



# ThinkSystem SR665 설치 안내서



시스템 유형: 7D2V 및 7D2W

## 주의

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 다음에서 제공되는 안전 정보 및 안전 지시사항을 읽고 이해하십시오.

[http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety\\_documentation/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html)

또한 다음에서 제공되는 서버에 대한 Lenovo 보증 계약조건에 대해서도 숙지해야 합니다.

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

제 16판 (2024년 4월)

© Copyright Lenovo 2020, 2024.

권리 제한 및 계약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 계약 사항이 적용됩니다.

# 목차

목차	i
----	---

## 제 1 장. 소개

패키지 내용	4
기능	5
사양	7
기술 사양	7
환경 사양	19
기술 규칙	22
CPU, 방열판 및 팬 조합	22
DIMM 배열 규칙	24
PCIe 슬롯 및 구성	29
열 규칙	32

## 제 2 장. 서버 구성 요소

앞면 보기	33
진단 패널	45
LCD 진단 패널/핸드셋	48
뒷면 보기	54
뒷면 LED	61
시스템 보드	64
시스템 보드 LED	66
부품 목록	68
전원 코드	71

## 제 3 장. 내장 케이블 배선

앞면 입/출력 어셈블리	74
GPU	75
라이저 카드	76
RAID 슈퍼 커패시터 모듈	79
내부 CFF RAID/HBA/확장기 어댑터(전원)	80
7mm 드라이브	81
M.2 드라이브	83
2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인(전원)	84
2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인(신호)	89
8 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(SAS/SATA)	90
8 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(AnyBay)	92
8 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(NVMe)	94
16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(SAS/SATA)	95
16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(NVMe)	97
16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(AnyBay)	98
16 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(8 SAS + 8 AnyBay)	99
16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(8 SAS/SATA + 8NVMe)	102

16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(8 AnyBay + 8 NVMe)	104
24 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(8 SAS/SATA + 16 NVMe)	106
24 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(16 SAS/SATA + 8 AnyBay)	108
24 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(16 SAS/SATA + 8 NVMe)	115
24 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(SAS/SATA)	118
24 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(NVMe)	125
8 x 3.5인치 앞면 드라이브 베이(SAS/SATA)	129
12 x 3.5인치 앞면 드라이브 베이(SAS/SATA)	130
12 x 3.5인치 앞면 드라이브 베이(AnyBay)	135

## 제 4 장. 서버 하드웨어 설치

서버 설치 점검 목록	141
설치 지침	142
안전 점검 목록	142
시스템 안정성 지침	144
전원이 켜져 있는 서버 내부에서 작업	145
정전기에 민감한 장치 취급	146
메모리 모듈 설치 규정 및 순서	147
서버 하드웨어 옵션 설치	151
보안 베젤 제거	151
윗면 덮개 제거	153
공기 조절 장치 제거	154
시스템 팬 케이지 제거	157
프로세서-방열판 모듈 설치	159
메모리 모듈 설치	162
백플레인 설치	165
케이블 홀더 설치	175
뒷면 벽 브래킷 설치	177
뒷면/중간 드라이브 케이지 설치	183
핫 스왑 드라이브 설치	199
M.2 어댑터 및 M.2 드라이브 설치	202
라이저 1/2 어셈블리 설치	208
라이저 3 어셈블리 설치	211
내부 CFF RAID/HBA/RAID 확장기 어댑터 설치	212
직렬 포트 모듈 설치	214
GPU 어댑터 설치	215
OCP 3.0 이더넷 어댑터 설치	218
RAID 슈퍼 커패시터 모듈 설치	220
시스템 팬 케이지 설치	226

시스템 팬 설치 . . . . .	227
공기 조절 장치 설치 . . . . .	229
윗면 덮개 설치 . . . . .	231
핫 스왑 전원 공급 장치 유닛 설치 . . . . .	232
랙에 서버 설치 . . . . .	237
서버 케이블 연결 . . . . .	237
서버 전원 켜기 . . . . .	238
서버 설치 확인 . . . . .	238
서버 전원 끄기 . . . . .	239

## 제 5 장. 시스템 구성 . . . . . 241

UEFI Setup Utility 액세스 . . . . .	241
Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결 설정 . . . . .	241
펌웨어 업데이트 . . . . .	242
펌웨어 구성 . . . . .	245
메모리 구성 . . . . .	246
RAID 어레이 구성 . . . . .	247
운영 체제 배포 . . . . .	249
UUID(Universal Unique Identifier) 업데이 트 . . . . .	249

DMI/SMBIOS 데이터 업데이트 . . . . .	252
서버 구성 백업 . . . . .	252

## 제 6 장. 설치 문제 해결 . . . . . 253

### 부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기 . . 257

기술 팁 . . . . .	257
보안 권고사항 . . . . .	257
문의하기 전에 . . . . .	257
서비스 데이터 수집 . . . . .	258
지원팀에 문의 . . . . .	259

### 부록 B. 주의사항 . . . . . 261

상표 . . . . .	261
중요 참고사항 . . . . .	262
통신 규제 취급방침 . . . . .	262
전자 방출 주의사항 . . . . .	262
대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언 . . . . .	263
대만 지역 수입 및 수출 연락처 정보 . . . . .	263

### 색인 . . . . . 265



## 제 1 장 소개

ThinkSystem™ SR665 서버는 새로운 AMD® EPYC™ 제품군을 특징으로 하는 2소켓 2U 서버입니다. 이 서버는 광범위한 드라이브 및 슬롯 구성을 제공하며 다양한 IT 작업 부하를 위한 고성능 및 확장성을 제공합니다. 성능과 유연성이 결합된 이 서버는 모든 규모의 기업에 적합한 선택입니다.

서버 설계 시 서버의 성능, 용이성, 신뢰성 및 확장성을 고려해야 합니다. 이와 같은 설계 고려사항을 통해 사용자의 요구사항을 충족시키도록 시스템 하드웨어를 사용자 정의하고, 향후 발생할 수 있는 확장 성능을 좀 더 유연하게 제공할 수 있습니다.

이 서버는 제한적인 보증이 적용됩니다. 보증에 관한 정보는 다음을 참조하십시오.

<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>

특정 보증에 대한 자세한 내용은

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>의 내용을 참조하십시오.

### 서버 식별

Lenovo에 도움을 요청할 때 시스템 유형 및 일련 번호 정보는 기술자가 서버를 식별하고 더 빠른 서비스를 제공할 수 있도록 도와줍니다.

ID 레이블의 시스템 유형과 일련 번호는 서버 앞면에 있는 오른쪽 랙 래치의 ID 레이블에 있습니다.

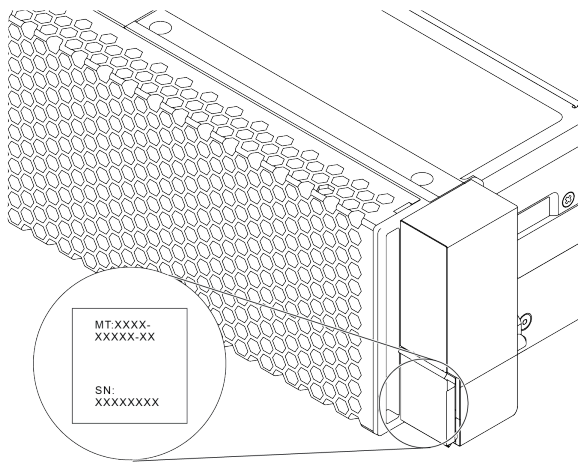
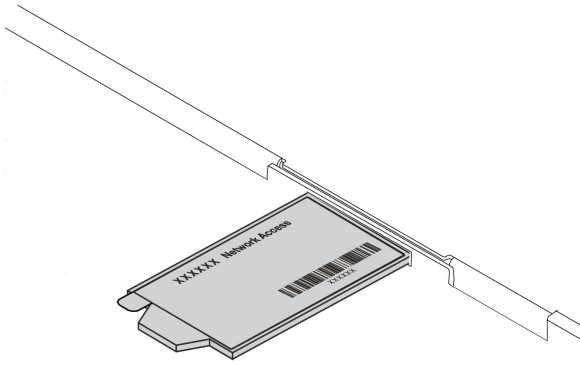


그림 1. ID 레이블의 위치

### XCC 네트워크 액세스 레이블

XClarity Controller(XCC)의 네트워크 액세스 레이블은 그림에서와 같이 탈착식 정보 탭의 맨 위에 부착되어 있습니다. 서버를 가져온 후 네트워크 액세스 레이블을 벗긴 다음 안전한 장소에 보관하십시오.

참고: 탈착식 정보 탭은 서버 앞면의 오른쪽 하단에 있습니다. 자세한 정보는 "[앞면 보기](#)" 33페이지의 내용을 참조하십시오.



**그림 2. XCC 네트워크 액세스 레이블의 위치**

### **빠른 응답 코드**

윗면 덮개에 있는 시스템 서비스 레이블은 서비스 정보 모바일 액세스를 위한 QR 코드를 제공합니다. 모바일 장치 및 QR 코드 판독기 응용 프로그램으로 QR 코드를 스캔하여 이 서버에 대한 Lenovo 서비스 웹 사이트에 빠르게 액세스할 수 있습니다. Lenovo 서비스 정보 웹 사이트는 부품 설치 및 교체 비디오 및 서버 지원을 위한 오류 코드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

다음은 QR 코드를 설명합니다: <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665/7d2w>



**그림 3. QR 코드**

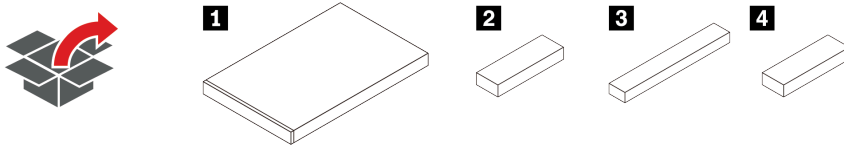


---

## 패키지 내용

이 섹션에서는 서버 패키지 내용 목록을 제공합니다.

서버 패키지에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.



참고: 별표(\*)로 표시된 항목은 일부 모델에서 사용할 수 있습니다.

- 1** 서버
- 2** 액세서리 키트, 전원 코드\* 및 문서와 같은 품목이 포함된 자료 상자
- 3** 레일 키트 및 문서가 포함된 레일 키트 상자\*
- 4** 케이블 관리 암이 포함된 CMA 상자\*

## 기능

서버 설계 시 서버의 성능, 용이성, 신뢰성 및 확장 기능은 핵심 고려사항입니다. 이 디자인 특징은 미래에 유연한 확장 생산 능력을 제공하고 오늘 귀하의 니즈를 충족시키기 위해 시스템 하드웨어를 사용자 지정할 수 있게 합니다.

서버는 다음 기능 및 기술을 구현합니다.

- 주문형 기능

Features on Demand 기능이 서버 또는 서버에 설치된 옵션 장치에 통합되어 있을 경우 정품 인증 키를 구매하여 기능을 활성화할 수 있습니다. 주문형 기능에 대한 정보는 다음 내용을 참조하십시오.

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- 유연한 네트워크 지원

이 서버에는 네트워크 지원을 위해 2개 또는 4개의 네트워크 커넥터를 제공하는 OCP 3.0 이더넷 어댑터용 OCP(Open Compute Project) 3.0 슬롯이 있습니다.

- Integrated TPM(Trusted Platform Module)

이 통합 보안 칩은 암호 기능을 수행하고 비밀 및 공개 보안 키를 저장합니다. 이 칩에서는 TCG(Trusted Computing Group) 사양에 대한 하드웨어 지원을 제공합니다. TCG 사양을 지원하는 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다. TPM 구성에 대한 자세한 정보는 [유지보수 기술 문서](#)의 "보안 설정 구성"을 참조하십시오.

참고: TPM 1.2는 7002 시리즈 프로세서와 버전 2.02 이전의 UEFI 펌웨어가 동시에 설치된 서버 모델에 지원됩니다.

TPM 버전	유형	중국 본토 외		중국 본토	
		7002 CPU	7003 CPU	7002 CPU	7003 CPU
TPM 1.2	온보드 칩	√			
TPM 2.0	온보드 칩	√	√		
NationZ TPM 2.0	부속 카드			√	√

- 대형 시스템 메모리 용량

이 서버는 최대 32개의 TruDDR4 RDIMM(Registered DIMM) 또는 3DS RDIMM(three-Dimensional Stacking Registered DIMM)을 지원합니다. 특수 유형 및 최대 메모리 크기에 대한 자세한 정보는 ["기술 사양" 7페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

- 대형 데이터 스토리지 용량 및 핫 스왑 기능

핫 스왑 서버 모델은 최대 14개의 3.5인치 핫 스왑 SAS(Serial Attached SCSI) 하드 디스크 드라이브 또는 핫 스왑 SATA(Serial ATA) 하드 디스크 드라이브를 지원합니다. 심플 스왑 서버 모델은 최대 8개의 3.5인치 심플 스왑 SATA 하드 디스크 드라이브를 지원합니다.

핫 스왑 기능을 사용하여 서버를 끄지 않고 하드 디스크 드라이브를 추가, 제거 또는 교체할 수 있습니다.

- 시스템 관리 도구

서버는 다음 도구를 지원해서 쉽고 효율적인 서버 관리를 할 수 있습니다.

– Lenovo XClarity Controller

**중요:** Lenovo XClarity Controller(XCC) 지원되는 버전은 제품에 따라 다릅니다.

Lenovo XClarity Controller의 모든 버전은 특별히 지정되지 않은 한 이 문서에서 Lenovo XClarity Controller 및 XCC로 표시됩니다. 서버에서 지원되는 XCC 버전을 보려면

[https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc\\_frontend/lxccc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html) 위치로 이동하십시오.

- Lenovo XClarity Administrator
- Lenovo XClarity Essentials toolset
- Lenovo XClarity Provisioning Manager

**중요:** Lenovo XClarity Provisioning Manager(LXPM) 지원되는 버전은 제품에 따라 다릅니다. Lenovo XClarity Provisioning Manager의 모든 버전은 특별히 지정되지 않은 한 이 문서에서 Lenovo XClarity Provisioning Manager 및 LXPM(으)로 표시됩니다. 서버에서 지원되는 LXPM 버전을 보려면 [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html) 위치로 이동하십시오.

- Lenovo XClarity Integrator
- Lenovo XClarity Energy Manager
- Lenovo Capacity Planner

세부 정보는 "[관리 옵션](#)" 15페이지의 내용을 확인하십시오.

#### • Lightpath 진단

Lightpath 진단은 문제 진단에 도움이 되는 LED를 제공하며 내장형 LCD 진단 패널 또는 외부 진단 핸드셋에서 추가 진단 정보를 제공할 수 있습니다. Lightpath 진단에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

- "[드라이브 LED](#)" 43페이지
- "[뒷면 LED](#)" 61페이지
- "[진단 패널](#)" 45페이지
- "[LCD 진단 패널/핸드셋](#)" 48페이지

#### • Lenovo 서비스 정보 웹 사이트에 대한 모바일 액세스

서버는 서버 덮개에 있는 시스템 서비스 레이블에 QR 코드를 제공하므로 모바일 장치로 QR 코드 판독기와 스캐너를 사용하여 스캔하면 Lenovo 서비스 정보 웹 사이트에 빠르게 액세스할 수 있습니다. Lenovo 서비스 정보 웹 사이트는 부품 설치, 교체 비디오 및 서버 지원을 위한 오류 코드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

#### • 중복 네트워킹 연결

Lenovo XClarity Controller는 설치된 적용 가능한 응용프로그램을 사용하여 보조 이더넷 연결에 대한 오류 복구 기능을 제공합니다. 기본 이더넷 연결에 문제가 발생하면 기본 연결과 관련된 모든 이더넷 트래픽이 자동으로 옵션 보조 이더넷 연결로 전환됩니다. 적용 가능한 장치 드라이버가 설치된 경우, 이 전환은 데이터 손실 및 사용자 개입 없이 발생합니다.

#### • 보조 냉각 및 옵션 전원 성능

본 서버는 일반적인 구성에 중복성이 생기게 하는 최대 두 개의 핫 스왑 전원 공급 장치 및 여섯 개의 핫 스왑 팬을 지원합니다. 팬 중 하나에 장애가 발생하는 경우, 서버에 있는 보조 팬이 작동하여 시스템의 과열을 방지할 수 있습니다.

#### • ThinkSystem RAID 지원

ThinkSystem RAID 어댑터는 구성을 작성하기 위해 하드웨어 RAID(Redundant Array of Independent Disks) 지원을 제공합니다. 표준 RAID 어댑터는 RAID 수준 0 및 1을 제공합니다. 옵션 RAID 어댑터를 구매할 수 있습니다.

#### • UEFI 준수 서버 펌웨어

Lenovo ThinkSystem 펌웨어는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)와 호환됩니다. UEFI는 BIOS를 대체하며 운영 체제, 플랫폼 펌웨어 및 외부 장치 사이의 표준 인터페이스를 정의합니다.

Lenovo ThinkSystem 서버는 UEFI 준수 운영 체제, BIOS 기반 운영 체제, BIOS 기반 어댑터 및 UEFI 준수 어댑터를 부팅할 수 있습니다.

**참고:** 본 서버는 DOS(Disk Operating System)를 지원하지 않습니다.

## 사양

이 섹션에서는 서버의 기술 및 환경 사양을 제공합니다.

- ["기술 사양" 7페이지](#)
- ["환경 사양" 19페이지](#)

## 기술 사양

이 섹션에서는 서버의 기술 사양을 제공합니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

참고: 각 구성요소의 기술 규칙은 다음 ["기술 규칙" 22페이지](#)의 내용을 확인하십시오.

- ["치수" 7페이지](#)
- ["CPU" 7페이지](#)
- ["메모리" 9페이지](#)
- ["팬" 10페이지](#)
- ["운영 체제" 10페이지](#)
- ["I/O\(입출력\)" 10페이지](#)
- ["내장 드라이브" 10페이지](#)
- ["확장 슬롯" 11페이지](#)
- ["스토리지 컨트롤러" 11페이지](#)
- ["네트워크" 13페이지](#)
- ["GPU" 13페이지](#)
- ["전원 공급 장치" 14페이지](#)
- ["관리 옵션" 15페이지](#)

## 치수

폼 팩터	높이	깊이	너비	패키지 무게
2U	86.5mm(3.4인치)	763.7mm(30.1인치)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 랙 래치 포함: 482.1mm(19.0인치)</li><li>• 랙 래치 없음: 445.0mm(17.5인치)</li></ul>	최대 38.8kg(85.5lb)

참고: 깊이는 설치된 랙 래치를 포함하여 측정되었지만, 설치된 보안 베젤은 제외한 값입니다.

## CPU

- 최대 2개의 AMD® EPYC™ 7002 또는 7003 시리즈 CPU
- 전체 소켓, 128 코어 당 최대 64 코어 확장
- 7nm 프로세스 기술
- LGA(Land Grid Array) 4094(SP3) 소켓용으로 설계
- 3200MHz DDR4 주파수 지원
- TDP 등급 최대 280W

참고:

- 7203, 7203P, 7303, 7303P, 7643P 및 7663P 프로세서를 지원하는 시스템의 경우 최소 UEFI 버전은 d8e132g-3.10이며, 최소 XCC 버전은 d8bt54m-5.00입니다.
- 7002 시리즈 CPU와 7003 시리즈 CPU는 서버 내에서 함께 사용될 수 없습니다.
- 문자 P로 끝나는 CPU(예: 7232P)는 단일 소켓만 지원됩니다.
- 다른 CPU와 하드웨어 구성에서 올바른 방열판과 팬을 선택하려면 ["CPU, 방열판 및 팬 조합" 22페이지](#)의 내용을 확인하십시오.
- 지원되는 프로세서 목록은 <https://serverproven.lenovo.com/>의 내용을 참조하십시오.

## 7002 시리즈 CPU

Model	Core/threads	Base Freq.	Default TDP	Group
7232P	8/16	3.1 GHz	120 W	C
7252	8/16	3.1 GHz	120 W	
7272	12/24	2.9 GHz	120 W	
7282	16/32	2.8 GHz	120 W	
7262	8/16	3.2 GHz	155 W	B
7302	16/32	3.0 GHz	155 W	
7302P	16/32	3.0 GHz	155 W	
7352	24/48	2.3 GHz	155 W	
7452	32/64	2.35 GHz	155 W	
7F32	8/16	3.7 GHz	180 W	A
7402	24/48	2.8 GHz	180 W	
7402P	24/48	2.8 GHz	180 W	
7502	32/64	2.5 GHz	180 W	
7502P	32/64	2.5 GHz	180 W	
7532	32/64	2.4 GHz	200 W	
7552	48/96	2.2 GHz	200 W	
7702	64/128	2.0 GHz	200 W	
7702P	64/128	2.0 GHz	200 W	
7542	32/64	2.9 GHz	225 W	D
7642	48/96	2.3 GHz	225 W	
7662	64/128	2.0 GHz	225 W	
7742	64/128	2.25 GHz	225 W	
7F72	24/48	3.2 GHz	240 W	
7F52	16/32	3.5GHz	240 W	
7H12	64/128	2.6 GHz	280 W	Z

## 7003 시리즈 CPU

Model	Core/threads	Base Freq.	Default TDP	Group
7203	8/16	2.8 GHz	120 W	C
7203P	8/16	2.8 GHz	120 W	
7303	16/32	2.4 GHz	130 W	
7303P	16/32	2.4 GHz	130 W	
7313	16/32	3.0 GHz	155 W	B
7313P	16/32	3.0 GHz	155 W	



72F3	8/16	3.7 GHz	180 W	D
7413	24/48	2.65 GHz	180 W	
7343	16/32	3.2 GHz	190 W	
7443	24/48	2.85 GHz	200 W	
7443P	24/48	2.85 GHz	200 W	
7513	32/64	2.6 GHz	200 W	
7643P	48/96	2.3 GHz	225 W	
7663P	56/112	2.0 GHz	240 W	
7453	28/56	2.8 GHz	225 W	A
7543	32/64	2.8 GHz	225 W	
7543P	32/64	2.8 GHz	225 W	
7643	48/96	2.3 GHz	225 W	
7663	56/112	2.3 GHz	225 W	
7713	64/128	2.0 GHz	225 W	
7713P	64/128	2.0 GHz	225 W	
73F3	16/32	3.5 GHz	240 W	Z
74F3	24/48	3.2 GHz	240 W	
75F3	32/64	2.95 GHz	280 W	
7763	64/128	2.45 GHz	280 W	
7373X	16/32	3.05 GHz	240 W	
7473X	24/48	2.8 GHz	240 W	X
7573X	32/64	2.8 GHz	280 W	
7773X	64/128	2.2 GHz	280 W	

## 메모리

- 인터리브 기능이 있는 독립 채널 16개
- CPU당 채널 8개, 채널당 DIMM 2개(DPC)
  - Slot 1-16: CPU 1
  - Slot 17-32: CPU 2

### 참고:

- 작동 속도 및 총 메모리 용량은 프로세서 모델 및 UEFI 설정에 따라 다릅니다.
- 256GB 3DS RDIMM은 8 x 2.5인치 모델, 16 x 2.5인치 모델 및 8 x 3.5인치 모델에서만 사용할 수 있습니다.
- 자세한 DIMM 혼합 및 구성 규칙은 "[DIMM 배열 규칙](#)" 24페이지의 내용을 확인하십시오.
- 지원되는 DIMM 목록은 <https://serverproven.lenovo.com/>의 내용을 참조하십시오.

Parameter	RDIMM	Performance+ RDIMM	3DS RDIMM
Generation	TruDDR4	TruDDR4	TruDDR4
Rank	2R	2R	2S2R/2S4R
Speed	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz/2933 MHz
Voltage	1.2 V	1.2 V	1.2 V

DRAM data width	x4/x8	x4/x8	x4
DRAM density	8 Gbit/16 Gbit	16 Gbit	16 Gbit
DIMM capacity	16 GB/32 GB/64 GB	32 GB/64 GB	128 GB/256 GB
Maximum memory	• 1 CPU: 1 TB • 2 CPUs: 2 TB	• 1 CPU: 512 GB • 2 CPUs: 2 TB	• 1 CPU: 4 TB • 2 CPUs: 8 TB
Minimum memory	• 1 CPU: 16 GB • 2 CPUs: 32 GB	• 1 CPU: 32 GB • 2 CPUs: 64 GB	• 1 CPU: 128 GB • 2 CPUs: 256 GB

## 팬

최대 6개의 핫 스왑 팬(중복 팬 1개 포함)

참고: 다른 CPU와 하드웨어 구성에서 올바른 방열판과 팬을 선택하려면 "[CPU, 방열판 및 팬 조합](#)" 22페이지의 내용을 확인하십시오.

Form factor	Rotor	Type	Speed
6038	single	Standard	17K RPM
6056	dual	Performance	24K RPM

참고: OCP 모듈이 설치되어 있는 경우, 시스템 전원을 끄더라도 AC 전원에 연결되어 있으면, 팬 1 및 2가 느린 속도로 계속 돌아갈 수 있습니다. 이는 OCP 모듈을 적절하게 냉각하기 위한 시스템 설계입니다.

## 운영 체제

지원 및 인증된 운영 체제:

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

참조:

- 사용 가능한 운영 체제의 전체 목록: <https://lenovopress.com/osig>.
- OS 배포 지침: "[운영 체제 배포](#)" 249페이지.

## I/O(입출력)

앞면:

- VGA(옵션) 1개
- USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터 1개 및 USB 2.0(BMC 관리) 1개
- 외부 진단 커넥터 1개
- 진단 패널 또는 LCD 진단 패널 1개(옵션)

뒷면:

- VGA 커넥터 1개
- USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터 3개
- XClarity Controller 네트워크 커넥터 1개
- OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터 2개 또는 4개(옵션)

각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 보기](#)" 33페이지 및 "[뒷면 보기](#)" 54페이지의 내용을 참조하십시오.

## 내장 드라이브

앞면 드라이브 베이(모든 핫스왑):

- 최대 24개의 2.5인치 SAS/SATA/U.2 NVMe/U.3 NVMe 드라이브
- 최대 12개의 3.5인치 SAS/SATA/U.2 NVMe 드라이브

드라이브 중간 베이 (모든 핫스왑):

- 최대 8개의 2.5인치 SAS/SATA/U.2 NVMe 드라이브
- 최대 4개의 3.5인치 SAS/SATA 드라이브

드라이브 후면 베이(모든 핫스왑):

- 최대 8개의 2.5" 핫 스왑 SAS/SATA 드라이브
- 최대 4개의 3.5" 핫 스왑 SAS/SATA 드라이브
- 최대 2개의 7mm 핫 스왑 SATA/NVMe 드라이브

표준 공기 조절 장치, GPU 공기 조절 장치 혹은 드라이브 중간 케이지:

- 최대 2개 내부 SATA/NVMe M.2 드라이브

참고:

- 지원되는 내부 스토리지 시스템은 <https://lenovopress.com/lp1269-thinksystem-sr665-server#internal-drive-options>의 내용을 참조하십시오.
- 지원되는 외부 스토리지 시스템에 대해서는 <https://lenovopress.com/lp1269-thinksystem-sr665-server#external-storage-systems>의 내용을 참조하십시오
- 백플레인 없는 모델의 기타 모델 필드 업그레이드는 사용 가능합니다. 세부 정보를 확인하십시오. <https://lenovopress.com/lp1269-thinksystem-sr665-server#field-upgrades>.

## 확장 슬롯

PCIe 슬롯 1-8:

- PCIe x16/x8/x8, full-height
- PCIe x16/x16/E\*, full-height
- PCIe E\*/x16/x16, full-height
- PCIe x16, full-height
- PCIe x16, full-height
- PCIe x16/x16, full-height
- PCIe x8/x8, full-height

네트워크 슬롯:

- OCP 3.0 Ethernet adapter (2-port or 4-port)

참고: "E"는 "비어 있음(empty)"의 약어입니다. 3슬롯 라이저 카드에서 이 슬롯을 사용할 수 없다는 의미입니다.

## 스토리지 컨트롤러

참고:

- SFF: 표준 폼 팩터. RAID/HBA 어댑터 유형은 PCIe 확장 슬롯에서 설치됩니다.
- CFF: 사용자 지정 폼 팩터. RAID/HBA 어댑터 유형은 팬과 전면 백플레인에 설치됩니다.
- 트라이모드: 이 유형의 컨트롤러는 트라이모드 SerDes 기술로 제작된 하드웨어 RAID입니다. 트라이모드 설정을 사용하면 컨트롤러는 NVMe, SAS 및 SATA 장치의 모든 조합을 지원합니다.

JBOD 모드 및 RAID 수준 0, 1, 10에 대한 지원:

- 530-16i PCIe 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)
- 540-8i PCIe 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4)
- 540-16i PCIe 12Gb SFF RAID adapter (Gen4)

JBOD 모드 및 RAID 수준 0, 1, 5, 10에 대한 지원:

- 5350-8i PCIe 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen3)

JBOD 모드 및 RAID 수준 0, 1, 5, 10, 50에 대한 지원:

- 530-8i PCIe 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)

JBOD 모드 및 RAID 수준 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60에 대한 지원:

- 5350-8i PCIe 12Gb Internal CFF RAID adapter (Gen 3)
- 930-8i 2GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)
- 930-16i 4GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)
- 930-16i 8GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)
- 9350-8i 2GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)
- 9350-8i 2GB Flash 12Gb Internal CFF RAID adapter (Gen 3)
- 9350-16i 4GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 3)
- 9350-16i 4GB Flash 12Gb Internal CFF RAID adapter (Gen 3)
- 940-8i 4GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4, support Tri-Mode)
- 940-8i 8GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4, support Tri-Mode)
- 940-16i 4GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4, support Tri-Mode)
- 940-16i 8GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4, support Tri-Mode)
- 940-16i 8GB Flash 12Gb Internal CFF RAID adapter (Gen 4, support Tri-Mode)
- 940-32i 8GB Flash 12Gb Internal SFF RAID adapter (Gen 4)
- 930-8e 4GB Flash 12Gb External SFF RAID adapter (Gen 3)
- 940-8e 4GB Flash 12Gb External SFF RAID adapter (Gen 4)

다음 HBA를 지원합니다.

- 430-8i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen 3)
- 430-16i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen 3)
- 4350-8i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen3)
- 4350-16i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen3)
- 440-8i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen 4)
- 440-16i SAS/SATA 12Gb Internal SFF HBA adapter (Gen 4)
- 440-16i SAS/SATA 12Gb Internal CFF HBA adapter (Gen 4)
- 430-8e SAS/SATA 12Gb External SFF HBA adapter (Gen 3)
- 430-16e SAS/SATA 12Gb External SFF HBA adapter (Gen 3)
- 440-8e SAS/SATA 12Gb External SFF HBA adapter (Gen4)
- 440-16e SAS/SATA 12Gb External SFF HBA adapter (Gen 4)

다음 RAID 확장기를 지원합니다.

- 48P 12Gb Internal CFF RAID Expander

다음 Fibre Channel HBA를 지원합니다.

- Emulex 16Gb Gen6 1-port Fibre Channel Adapter(Gen 3)
- Emulex 16Gb Gen6 2-port Fibre Channel Adapter (Gen 3)
- Emulex LPe35000 32Gb 1-port Fibre Channel Adapter (Gen 4)
- Emulex LPe35002 32Gb 2-port Fibre Channel Adapter (Gen 4)
- Emulex LPe36002 64Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter (Gen 4)
- QLogic 16Gb Enhanced Gen5 1-port Fibre Channel Adapter(Gen 3)
- QLogic 16Gb Enhanced Gen5 2-port Fibre Channel Adapter(Gen 3)
- QLogic QLE2772 32Gb 2-Port Fibre Channel Adapter(Gen 4)
- QLogic QLE2770 32Gb 1-Port Fibre Channel Adapter(Gen 4)

풍부한 NVMe 구성을 위해 다음 컨트롤러를 지원합니다.

- 1610-8P NVMe switch adapter (Gen 3)
- 1611-8P NVMe switch adapter (Gen 4)
- NVMe Retimer card (Gen 4)

참고:

- 시스템이 NVMe 리타이머 카드로 구성된 경우 CM6-V, CM6-R 및 CM5-V NVMe 드라이브는 지원되지 않습니다.
- 다음 어댑터는 7003 시리즈 프로세서가 있는 서버 모델에서만 지원됩니다.
  - 5350-8i, 9350-8i 및 9350-16i RAID 어댑터
  - 4350-8i 및 4350-16i HBA 어댑터

- 1611-8P NVMe 스위치 어댑터

## 네트워크

서버에서 전용 OCP 3.0 슬롯과 일반 PCIe 슬롯에 설치된 이더넷 어댑터를 지원합니다. 지원되는 OCP 및 PCIe 이더넷 어댑터 목록은 <https://serverproven.lenovo.com/>의 내용을 참조하십시오.

참고: 각 이더넷 어댑터의 자세한 사양은 <https://lenovopress.com/servers/options/ethernet>의 내용을 참조하십시오.

## GPU

GPU를 설치할 때 다음 구성 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 설치된 모든 GPU가 동일해야 합니다.
- 플래시 스토리지 어댑터는 지원되지 않습니다.
- 중간 드라이브 베이 및 뒷면 드라이브 베이는 지원되지 않습니다.
- 아래 GPU 어댑터는 8 x 2.5인치 모델, 16 x 2.5인치 모델 및 8 x 3.5인치 모델에서만 지원됩니다.
  - Tesla T4
  - NVIDIA A2
  - NVIDIA A10
  - NVIDIA A30
  - NVIDIA A40
  - NVIDIA A100
  - NVIDIA A800
  - NVIDIA H100
  - NVIDIA L4
  - NVIDIA L40
  - NVIDIA Tesla V100
  - NVIDIA Tesla V100S
  - AMD Instinct MI210
- NVIDIA A100/L40 및 AMD Instinct MI210은 7003 시리즈 프로세서가 있는 서버 모델에서만 지원됩니다.

해당 서버는 다음 GPU 어댑터를 지원합니다.

SW: 싱글 와이드, DW: 더블 와이드, HL: 절반 길이, LP: 로우 프로파일

제조업체	이름	폼 팩터	전원	최대 수량	PCIe 레인	지원되는 슬롯
NVIDIA	Tesla T4	SW, HL, LP	75W	8	x16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 CPU: 1, 2, 3, 7</li> <li>• 2 CPU: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3</li> </ul>
	Quadro P620	SW, HL, LP	40W	8	x16	
	A2	SW, HL, LP	60W	8	x8	
	L4 24GB	SW, HL, LP	72W	8	x16	
	A10	SW, FL, FH	150W	3	x16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 CPU: 1</li> <li>• 2 CPU: 1, 4, 7</li> </ul>
	A16	DW, FL, FH	250W	3	x16	
	A30	DW, FL, FH	165W	3	x16	
	A40	DW, FL, FH	300W	3	x16	

제조업체	이름	폼 팩터	전원	최대 수량	PCIe 레인	지원되는 슬롯
	A100 32GB	DW, FL, FH	250W	3	x16	
	A100 80GB	DW, FL, FH	300W	3	x16	
	A800 80GB	DW, FL, FH	300W	3	x16	
	H100 80GB	DW, FL, FH	350W	3	x16	
	L40 48GB	DW, FL, FH	300W	3	x16	
	Tesla V100	DW, FL, FH	250W	3	x16	
	Tesla V100S	DW, FL, FH	250W	3	x16	
AMD	Instinct MI210	DW, FL, FH	300W	3	x16	

참고: 더블 와이드 GPU가 슬롯 2, 5 또는 7에 설치된 경우 각각 인접한 슬롯 1, 4 및 8을 사용할 수 없습니다. 다음 표에 나열된 라이저 카드는 더블 와이드 GPU와 함께 사용됩니다.

- 라이저 1/2: ThinkSystem SR650 V2/SR665 E/x16/x16 PCIe G4 Riser 1/2 Option Kit v2
- 라이저 3: ThinkSystem SR665 x16/x16 PCIe G4 Riser3 Option Kit v2

## 전원 공급 장치

서버는 중복을 위해 최대 2개의 전력 공급을 지원합니다.

서버에서 중복 모드 수동 설정을 지원하지 않습니다. 서버의 BMC는 설치된 전원 공급 장치 수량에 따라 자동으로 설정할 수 있습니다.

- 전원 공급 장치가 1개만 설치된 경우 전원 정책이 "비중복 모드"로 설정됩니다.
- 전원 공급 장치가 2개 설치된 경우 중복 모드가 "중복 N+N"으로 설정됩니다. 전원 공급 장치 중 하나에 장애가 발생하거나 하나가 제거된 경우 BMC는 이벤트를 보고하고 중복 모드를 "비중복 모드"로 자동 설정합니다.

### 표 1. Electrical input for power supplies

Power supply	100–127 V ac	200–240 V ac	240 V dc	–48 V dc
500-watt 80 PLUS Platinum	✓	✓	✓	
750-watt 80 PLUS Platinum	✓	✓	✓	
750-watt 80 PLUS Titanium		✓	✓	
1100-watt 80 PLUS Platinum	✓	✓	✓	
1100-watt 80 PLUS Platinum				✓
1100-watt 80 PLUS Titanium		✓	✓	

**표 1. Electrical input for power supplies (계속)**

1800-watt 80 PLUS Platinum		✓	✓	
2600-watt 80 PLUS Titanium		✓	✓	

**경고:**

- Lenovo Capacity Planner를 사용하여 서버에 구성된 항목에 필요한 전원 용량을 계산합니다. Lenovo Capacity Planner에 대한 자세한 정보는 [Lenovo Capacity Planner 웹 사이트](#)에 있습니다.
- 설치 중인 전원 공급 장치가 지원되는지 확인하십시오. 서버에 대해 지원되는 전원 공급 장치의 목록을 보려면 <https://serverproven.lenovo.com/>으로 이동하십시오.
- 240V DC 입력(입력 범위: 180~300V DC)은 중국 본토에서만 지원됩니다.

**디버깅을 위한 최소 구성**

- 프로세서 1개
- 슬롯 14의 DIMM 1개
- 전원 공급 장치 1개
- 방열판 1개
- HDD/SSD 드라이브 1개, M.2 드라이브 1개 또는 7mm 드라이브 1개(디버깅을 위해 OS가 필요한 경우)
- 시스템 팬 5개

**관리 옵션**

**개요**

이 섹션에 설명된 XClarity 포트폴리오 및 기타 시스템 관리 오퍼링을 사용하여 서버를 보다 편리하고 효율적으로 관리할 수 있습니다.

옵션	설명
Lenovo XClarity Controller	<p>베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)</p> <p>서버 시스템 보드의 단일 칩에 서비스 프로세서 기능, 슈퍼 입출력(I/O), 비디오 컨트롤러 및 원격 관리 기능을 통합합니다.</p> <p><b>인터페이스</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CLI 응용 프로그램</li> <li>• 모바일 응용 프로그램</li> <li>• 웹 GUI 인터페이스</li> <li>• REST API</li> </ul> <p><b>사용 및 다운로드</b></p> <p><a href="https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html">https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html</a></p>

Lenovo XClarity Administrator	<p>다중 서버 관리를 위한 중앙 집중식 GUI 도구</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 웹 GUI 인터페이스</li> <li>• 모바일 응용 프로그램</li> <li>• REST API</li> </ul> <p>사용 및 다운로드</p> <p><a href="http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html">http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html</a></p>
Lenovo XClarity Essentials 도구	<p>서버 구성, 데이터 수집 및 펌웨어 업데이트가 가능한 가벼운 휴대용 도구 세트입니다. 단일 서버 또는 다중 서버 관리 환경 모두에 적합합니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OneCLI: CLI 응용 프로그램</li> <li>• Bootable Media Creator: CLI 응용 프로그램, GUI 응용 프로그램</li> <li>• UpdateXpress: GUI 응용 프로그램</li> </ul> <p>사용 및 다운로드</p> <p><a href="http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/xclarity_essentials/overview.html">http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/xclarity_essentials/overview.html</a></p>
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>관리 작업을 단순화할 수 있는 단일 서버의 UEFI 기반 GUI 도구입니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 웹 GUI 인터페이스(BMC 원격 액세스)</li> </ul> <p>사용 및 다운로드</p> <p><a href="https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html">https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html</a></p>
Lenovo XClarity Integrator	<p>Lenovo XClarity Administrator 및 서버의 관리 기능과 VMware vCenter, Microsoft Admin Center 또는 Microsoft System Center와 같은 특정 배포 인프라에서 사용되는 소프트웨어를 통합할 수 있는 일련의 응용 프로그램입니다.</p> <p>인터페이스</p> <p>GUI 응용 프로그램</p> <p>사용 및 다운로드</p> <p><a href="https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci_product_page.html">https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci_product_page.html</a></p>
Lenovo XClarity Energy Manager	<p>서버 전원 및 온도를 관리하고 모니터링할 수 있는 응용 프로그램입니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 웹 GUI 인터페이스</li> </ul> <p>사용 및 다운로드</p> <p><a href="https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lno-lxem">https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lno-lxem</a></p>
Lenovo Capacity Planner	<p>서버 또는 랙의 소비 전력 계획을 지원하는 응용 프로그램입니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 웹 GUI 인터페이스</li> </ul> <p>사용 및 다운로드</p>



	<a href="https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lngo-lcp">https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lngo-lcp</a>
--	---

## 기능

옵 션		기 능							
		다중 시스템 관리	OS 배 포	시스템 구성	펌웨어 업데이 트 <sup>1</sup>	이벤트 /경고 모니터 링	인벤토 리/로그	전 력 관리	전 력 계 획
Lenovo XClarity Controller				√	√ <sup>2</sup>	√	√ <sup>4</sup>		
Lenovo XClarity Administrator		√	√	√	√ <sup>2</sup>	√	√ <sup>4</sup>		
Lenovo XClar- ity Es- sen- tials 도 구	OneCLI	√		√	√ <sup>2</sup>	√	√ <sup>4</sup>		
	Bootable Media Creator			√	√ <sup>2</sup>		√ <sup>4</sup>		
	UpdateXpress			√	√ <sup>2</sup>				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			√	√	√ <sup>3</sup>		√ <sup>5</sup>		
Lenovo XClarity Integrator		√	√ <sup>6</sup>	√	√	√	√	√ <sup>7</sup>	
Lenovo XClarity Energy Manager		√				√		√	
Lenovo Capacity Planner									√ <sup>8</sup>

### 참고:

1. Lenovo 도구를 통해 대부분의 옵션을 업데이트할 수 있습니다. 하지만 GPU 펌웨어 또는 Omni-Path 펌웨어 같은 일부 옵션은 공급업체 도구를 사용해야 합니다.
2. Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials 또는 Lenovo XClarity Controller을(를) 사용하여 펌웨어를 업데이트하려면 옵션 ROM을 위한 서버 UEFI 설정이 자동 또는 UEFI로 설정되어 있어야 합니다.
3. 펌웨어 업데이트는 Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller 및 UEFI 업데이트로만 제한됩니다. 어댑터와 같은 옵션 장치에는 펌웨어 업데이트가 지원되지 않습니다.
4. 모델 명칭 및 펌웨어 수준 같은 어댑터 카드 세부 정보가 Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller 또는 Lenovo XClarity Essentials에 표시되려면 옵션 ROM을 위한 서버 UEFI 설정이 자동 또는 UEFI로 설정되어 있어야 합니다.
5. 제한된 인벤토리입니다.
6. SCCM(System Center Configuration Manager)용 Lenovo XClarity Integrator 배포 검사는 Windows 운영 체제 배포를 지원합니다.
7. 전원 관리 기능은 VMware vCenter용 Lenovo XClarity Integrator에서 지원됩니다.
8. 새 부품을 구매하기 전에 Lenovo Capacity Planner를 사용하여 서버의 전력 요약 데이터를 확인하는 것이 좋습니다.

## 환경 사양

이 섹션에서는 서버의 환경 사양을 제공합니다.

- ["주변 온도/습도/고도" 19페이지](#)
- ["진동" 20페이지](#)
- ["충격" 20페이지](#)
- ["발열량" 20페이지](#)
- ["음향 잡음 방출" 20페이지](#)
- ["미립자 오염" 21페이지](#)

### 주변 온도/습도/고도

서버가 작동 중임:

사양	설명
주변 온도	온도 범위는 해수면 고도에서 측정됩니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• ASHRAE 등급 A2: 10°C~35°C (50°F~95°F) 최대 주변 온도는 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 300m(984ft)가 상승할 때마다 1°C 씩 하강합니다.</li><li>• ASHRAE 등급 A3: 5°C~40°C (41°F~104°F) 최대 주변 온도는 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 175m(574ft)가 상승할 때마다 1°C 씩 하강합니다.</li><li>• ASHRAE 등급 A4: 5°C~45°C (41°F~113°F) 최대 주변 온도는 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 125m(410ft)가 상승할 때마다 1°C 씩 하강합니다.</li></ul>
상대 습도(비응축)	<ul style="list-style-type: none"><li>• ASHRAE class A2: 20%~80%; maximum dew point: 21°C (70°F)</li><li>• ASHRAE class A3: 8%~85%; maximum dew point: 24°C (75°F)</li><li>• ASHRAE class A4: 8%~90%; maximum dew point: 24°C (75°F)</li></ul>
최대 고도	3050 m (10 000 ft)

참고: 서버의 주변 온도 요건은 하드웨어 구성에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 ["열 규칙" 32페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

서버가 작동하지 않음:

사양	설명
주변 온도	<ul style="list-style-type: none"><li>• Server off: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)</li><li>• Shipment/storage: -40°C - 70°C (-40°F - 158°F)</li></ul>
상대 습도(비응축)	8%~90%
최대 고도	3050 m (10 000 ft)

### ASHRAE 클래스 A3/A4 요건

서버가 ASHRAE 클래스 A3/A4 환경에서 정상적으로 작동할 수 있도록 하려면 서버를 아래 구성 요소로 구성하면 안 됩니다.

- CPU (TDP  $\geq$  170W)
- 3DS RDIMMs
- GPUs
- Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200GbE with AOC
- Xilinx Alveo U25 FPGA
- Xilinx Alveo U50 FPGA

- Broadcom 57454 OCP 3.0
- NVMe AIC switches
- Middle/rear 2.5"/3.5" drives

## 진동

- 서버가 작동 중임:  
3개 축에서 15분 동안 5Hz ~ 500Hz에서 0.21Grms
- 서버가 작동하지 않음:  
6개 표면에서 15분 동안 2Hz ~ 200Hz에서 1.04Grms

## 충격

- 서버가 작동 중임:  
각 방향에서 3밀리초 동안 15G(양수 및 음수 X, Y 및 Z축)
- 서버가 작동하지 않음:
  - 23kg ~ 31kg: 6개 표면에서 152인치/초 속도 변경 시 35G(3 x GPU 구성, 2.5인치 구성)
  - 32kg ~ 68kg: 6개 표면에서 136인치/초 속도 변경 시 35G(20 x 3.5인치 HDD 구성)

## 발열량

- 최소 구성: 900 BTU/hr, 264 W
- 최대 구성: 2924 BTU/hr, 857 W

## 음향 잡음 방출

이 음력 수준은 ISO7779에 명시된 절차에 따라 제어된 음향 환경에서 측정되었으며 ISO 9296에 따라 보고됩니다.

	Typical	Storage rich	GPU rich
Sound power levels (L <sub>WA,m</sub> )			
Idling	6.1 Bel	7.4 Bel	6.7 Bel
Operating	6.3 Bel	7.4 Bel	8.0 Bel
Sound pressure level (L <sub>pA,m</sub> )			
Idling	43 dBA	56 dBA	51 dBA
Operating	46 dBA	56 dBA	68 dBA

선언된 음향 잡음 수준은 아래 구성을 기반으로 하며 구성과 조건에 따라 변경될 수 있습니다.

Config.	Typical	Storage rich	GPU rich
CPU	2 x 155 W	1 x 155 W	1 x 155 W
DIMM	32 RDIMM	32 RDIMM	32 RDIMM
Ethernet	1 x SFP28 2-port OCP	1 x SFP28 2-port OCP	1 x SFP28 2-port OCP
PSU	2 x 750 W	2 x 1100 W	2 x 1800 W
RAID	930-8i RAID	930-16i RAID	930-8i RAID
Drive	8 x 2.5" HDD	20 x 3.5" HDD	8 x 2.5" HDD
GPU	NA	NA	3 x V100 GPU

참고: OSHA 또는 유럽 공동체 지침에 규정된 것과 같은 정부 규정은 작업장에서 소음 노출을 관리할 수 있고 사용자 및 사용자의 서버 설치에 적용할 수 있습니다. 설치 시 측정되는 실제 음력 수준은 설치하는 랙

수, 크기, 재료 및 방의 구성, 다른 장비의 소음 수준, 방 주변 온도 및 장비와 관련된 직원의 위치 등 다양한 요소에 따라 다릅니다. 또한, 이러한 정부 규정 준수는 직원들의 노출 기간 및 직원들의 청력 보호복 착용 여부를 포함하여 다양한 추가 요인에 따라 달라집니다. Lenovo는 해당 규정의 준수 여부를 확인하기 위해 이 분야에서 자격을 갖춘 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

## 미립자 오염

**주의:** 대기중 미립자(금속 조각 또는 입자) 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 본 문서에서 기술하는 장치에 위험을 초래할 수도 있습니다.

과도하게 미세한 입자가 있거나 유독 가스의 응축으로 인해 제기되는 위험 중에는 장치에 고장을 일으키거나 완전히 작동을 중단시킬 수도 있는 피해도 있습니다. 본 사양은 이와 같은 피해를 예방하고자 미립자와 가스에 대한 제한을 제시합니다. 공기의 온도나 수분 함량과 같은 수많은 다른 요인이 미립자나 주변의 부식 물질 및 가스 오염물질 전파에 영향을 줄 수 있으므로 이러한 제한이 한정된 값으로 표시되거나 사용되어서는 안 됩니다. 이 문서에 제시되어 있는 특정 제한이 없을 경우 사용자는 인체의 건강 및 안전과 직결되는 미립자 및 가스 수준을 유지하는 관행을 실천에 옮겨야 합니다. 사용자 측 환경에서 미립자 또는 가스 수준으로 인해 장치가 손상되었다고 Lenovo에서 판단한 경우 Lenovo는 이러한 환경 오염 상태를 완화하기 위해 적절한 선후책을 마련하는 차원에서 장치 또는 부품의 수리나 교체에 관한 조항을 규정할 수 있습니다. 이러한 구제 조치의 이행 책임은 고객에게 있습니다.

**표 2. 미립자 및 가스의 제한**

오염물질	제한
반응성 기체	<p>심각도 수준 G1(ANSI/ISA 71.04-1985<sup>1</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>구리 반응성 수준은 200Å/월 미만이어야 함을 나타냅니다(약 0.0035 μg/cm<sup>2</sup> 중량 증가).<sup>2</sup></li> <li>은 반응성 수준은 월 200Å 미만이어야 함을 나타냅니다(Å/월, 약 0.0035 μg/cm<sup>2</sup> 중량 증가).<sup>3</sup></li> <li>기체 부식에 대한 반응 모니터링은 바닥에서 1/4 및 3/4 프레임 높이 또는 공기 속도가 훨씬 더 높은 공기 흡입구 쪽 랙 앞의 약 5cm(2") 정도에서 수행해야 합니다.</li> </ul>
대기중 미립자	<p>데이터 센터는 ISO 14644-1 등급 8의 청정도 수준을 충족해야 합니다.</p> <p>에어사이드 이코노마이저가 없는 데이터 센터의 경우 다음 여과 방법 중 하나를 선택하여 ISO 14644-1 등급 8 청정도를 충족할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>실내 공기는 MERV 8 필터로 지속적으로 여과될 수 있습니다.</li> <li>데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV 11 또는 MERV 13 필터로 여과될 수 있습니다.</li> </ul> <p>에어사이드 이코노마이저가 있는 데이터 센터의 경우 ISO 등급 8 청정도를 달성하기 위한 필터 선택은 해당 데이터 센터별 특정 조건에 따라 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 60% RH를 초과해야 합니다.<sup>4</sup></li> <li>데이터 센터에는 아연 결정이 없어야 합니다.<sup>5</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985. *프로세스 측정 및 제어 시스템의 환경 조건: 대기중 오염물질*. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

<sup>2</sup> 부식 생성물의 두께에서 구리 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Cu<sub>2</sub>S와 Cu<sub>2</sub>O는 같은 비율로 증가합니다.

<sup>3</sup> 부식 생성물의 두께에서 은 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Ag<sub>2</sub>S만 부식 제품입니다.

<sup>4</sup> 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 물기가 생겨 이온 전도가 촉진되기에 충분한 상태가 될 정도로 미립자가 수분을 흡수하는 상대 습도입니다.

<sup>5</sup> 표면 파편은 금속 스틱에 부착된 1.5cm 직경의 접착성 전기 전도성 테이프 디스크에 있는 데이터 센터의 10개 영역에서 무작위로 수집됩니다. 주사 전자 현미경으로 접착 테이프를 검사한 결과 아연 결정이 없는 것으로 확인되면 데이터 센터에 아연 결정이 없는 것으로 간주됩니다.

## 기술 규칙

이 섹션에서는 서버에 대한 기술 규칙을 안내합니다.

- ["PCIe 슬롯 및 구성" 29페이지](#)
- ["열 규칙" 32페이지](#)
- ["CPU, 방열판 및 팬 조합" 22페이지](#)
- ["DIMM 배열 규칙" 24페이지](#)

## CPU, 방열판 및 팬 조합

8 x 3.5인치 / 8 x 2.5인치 / 16 x 2.5인치 모델

CPU group	Config.	Heat sink	Fan
C/B	<ul style="list-style-type: none"><li>• GPUs</li><li>• Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200 GbE AOC</li><li>• Xilinx Alveo U25 FPGA</li><li>• Xilinx Alveo U50 FPGA</li><li>• 256 GB 3DS RDIMMs</li></ul>	1U Aluminium	Performance
	All other configurations	1U Aluminium	Standard
A	Double-wide GPUs	1U Aluminium	Performance
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Single-wide GPUs</li><li>• Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200 GbE AOC</li><li>• Xilinx Alveo U25 FPGA</li><li>• Xilinx Alveo U50 FPGA</li><li>• 256 GB 3DS RDIMMs</li></ul>	2U Standard	Performance
	All other configurations	2U Standard	Standard
D/Z/X	<ul style="list-style-type: none"><li>• GPUs</li><li>• Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200 GbE AOC</li><li>• Xilinx Alveo U25 FPGA</li><li>• Xilinx Alveo U50 FPGA</li><li>• 256 GB 3DS RDIMMs</li></ul>	2U Performance	Performance
	All other configurations	2U Performance	Standard

## 24 x 2.5인치/12 x 3.5인치 모델

CPU group	Config.	Heat sink	Fan
C/B/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P620 GPU</li> <li>• Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200 GbE AOC</li> <li>• Xilinx Alveo U25 FPGA</li> <li>• Xilinx Alveo U50 FPGA</li> <li>• Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP</li> </ul>	2U Standard	Performance
	Mid bays	1U Aluminium	Performance
	All other configurations	2U Standard	Standard
D/Z/X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P620 GPU</li> <li>• Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200 GbE AOC</li> <li>• Xilinx Alveo U25 FPGA</li> <li>• Xilinx Alveo U50 FPGA</li> <li>• Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP</li> </ul>	2U Performance	Performance
	All other configurations	2U Performance	Standard

### 참고:

- 다음 모든 조건에서 표준 팬을 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 성능 팬이 필요합니다.
  - GPU 없음
  - Mellanox ConnectX-6 100GbE/200GbE(AOC 포함) 없음
  - Xilinx Alveo U25 FPGA 없음
  - Xilinx Alveo U50 FPGA 없음
  - Broadcom 57454 10GBASE-T 4포트 OCP 없음
  - 256GB 3DS RDIMM 없음
  - 중간 드라이브 베이 또는 뒷면 드라이브 베이 없음
- 다음 구성에는 6개의 팬이 필요합니다.
  - 프로세서 2개 구성
  - 중간 드라이브, 뒷면 드라이브 또는 라이저 3이 포함된 단일 프로세서 구성
- OCP 3.0 이더넷 어댑터가 설치되어 있는 경우 시스템 전원이 꺼졌지만 AC 전원에 연결되어 있으면 팬 5와 팬 6이 훨씬 느린 속도로 계속 돌아갑니다. 이는 OCP 3.0 이더넷 어댑터를 적절하게 냉각하기 위한 시스템 설계입니다.

## DIMM 배열 규칙

일반 혼합 규칙:

DIMM	채널에 공존	시스템에 공존
RDIMM 및 Performance+ RDIMM		
3DS RDIMM 및 기타 DIMM 유형		
128GB 3DS RDIMM 및 256GB 3DS RDIMM		
DRAM 밀도가 다른 DIMM(8Gbit 및 16Gbit)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>
DRAM 데이터 폭이 다른 DIMM(x4 및 x8)		√
등급이 다른 DIMM	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>
다른 공급 업체에서 제조한 DIMM	√	√
전압이 다른 DIMM <sup>3</sup>		
ECC 및 비-ECC DIMM <sup>4</sup>		
1. 밀도가 높은 DIMM을 먼저 설치하십시오. 2. 등급이 높은 DIMM을 먼저 설치하십시오. 3. 1.2V만 지원. 4. ECC DIMM만 지원.		



## DIMM 호환성(일반 혼합 규칙 기반)

유형	옵션	용량	DRAM 데이터 폭	DRAM 밀도
RDIMM	1	16GB	x8	8Gbit
	2	32GB	x4	8Gbit
	3	32GB	x8	16Gbit
	4	64GB	x4	16Gbit
Performance+ RDIMM	5	32GB	x8	16Gbit
	6	64GB	x4	16Gbit
3DS RDIMM	7	128GB	x4	16Gbit
	8	256GB	x4	16Gbit
채널 내 혼합 지원: • 옵션 1 및 3 • 옵션 2 및 4  시스템 내 혼합 지원: • 옵션 1~4(밀도가 높은 DRAM을 먼저 설치하십시오.) • 옵션 5~6(용량이 큰 DRAM을 먼저 설치하십시오.)				

메모리 균형을 맞추고 성능을 개선하려면 아래 규칙을 고려하십시오.

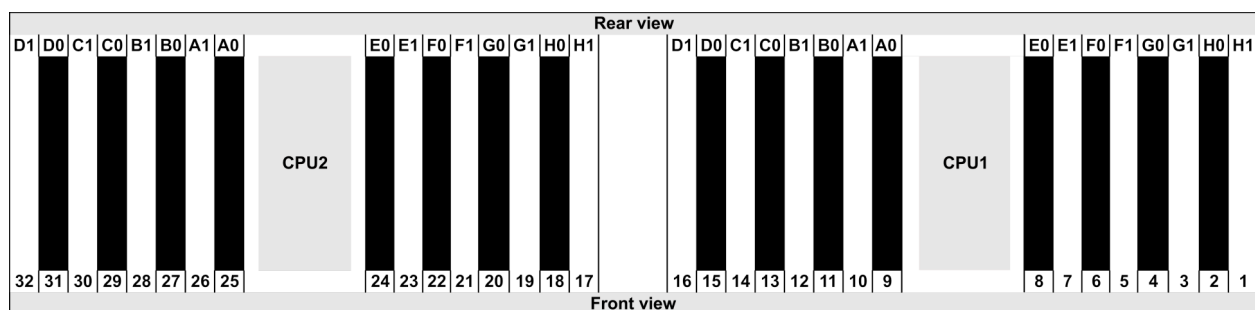
- 지정된 CPU의 채널 쌍별로 메모리 용량의 균형을 맞춥니다.
- 2개의 CPU가 설치된 경우 CPU 소켓별로 메모리 용량의 균형을 맞춥니다.
- Performance+ RDIMM을 사용하여 메모리 작동 속도를 최대화하는 경우 동일한 용량의 Performance+ RDIMM이 2DPC에 구성되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 성능이 향상되지 않습니다.
- 지정된 채널에 하나의 DIMM만 배치해야 하는 경우 DIMM 슬롯 1(CPU에서 가장 먼 슬롯)에 배치해야 합니다.
- 서버는 최소 구성으로 단일 DIMM을 지원하지만 전체 메모리 대역폭을 사용하려면 채널(A~H)당 하나의 DIMM을 배치해야 합니다. 최상의 성능을 위해서는 소켓당 8개 채널을 모두 배치하고 모든 채널의 용량이 동일하도록 설정하십시오.

참고: 서버 메모리 구성의 균형을 맞추기 위한 자세한 지시사항은 다음에서 확인할 수 있습니다.

## 2세대 또는 3세대 AMD EPYC 프로세서로 메모리 구성의 균형 잡기

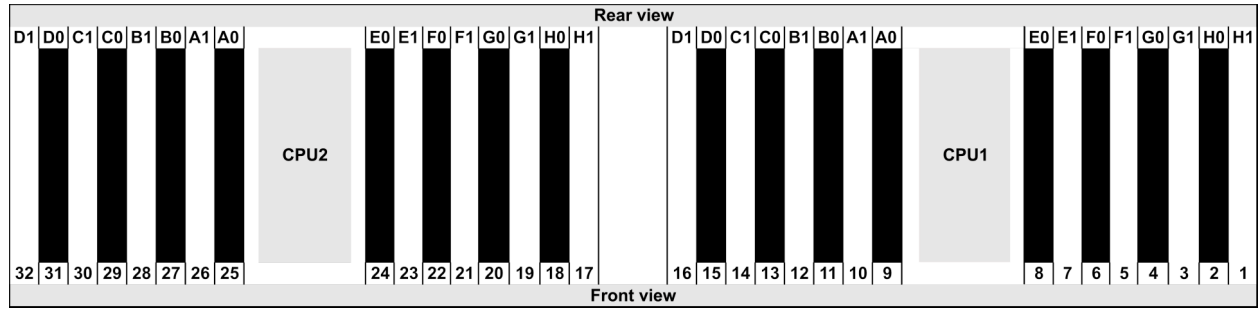
### 권장 배치 순서(일반 규칙 기반)

CPU 1개가 설치된 경우:



Qty.	DIMM population order															
1 DIMM	14															
2 DIMMs	14	16														
3 DIMMs	14	16	3													
4 DIMMs	14	16	3	1												
5 DIMMs	14	16	3	1	10											
6 DIMMs	14	16	3	1	10	12										
7 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7									
8 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5								
9 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13							
10 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15						
11 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4					
12 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4	2				
13 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4	2	9			
14 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4	2	9	11		
15 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4	2	9	11	8	
16 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4	2	9	11	8	6

CPU 2개가 설치된 경우:



Qty.	DIMM population order																																			
1 DIMM	14																																			
2 DIMMs	14	30																																		
3 DIMMs	14	30	16																																	
4 DIMMs	14	30	16	32																																
5 DIMMs	14	30	16	32	3																															
6 DIMMs	14	30	16	32	3	19																														
7 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1																													
8 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17																												
9 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10																											
10 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26																										
11 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12																									
12 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28																								
13 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7																							
14 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23																						
15 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5																					
16 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21																				
17 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13																			
18 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29																		
19 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15																	
20 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31																
21 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4															
22 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20														
23 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2													
24 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18												
25 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9											
26 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25										
27 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11									
28 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11	27								
29 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11	27	8							
30 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11	27	8	24						
31 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11	27	8	24	6					
32 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11	27	8	24	6	22				

참고: 1개의 7003 시리즈 CPU가 있는 서버 모델의 경우 성능 최적화된 6-DIMM 및 12-DIMM 구성이 있고 2개의 7003 시리즈 CPU가 있는 서버 모델의 경우 12-DIMM 및 24-DIMM 구성이 있습니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.

CPU 수량	DIMM 수량	성능 최적화된 DIMM 장착 순서
1	6	1, 3, 7, 10, 14, 16
	12	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16
2	12	1, 3, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 30, 32
	24	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32

## PCIe 슬롯 및 구성

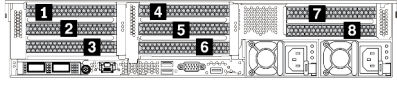
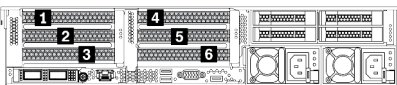
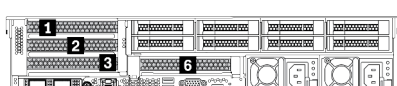
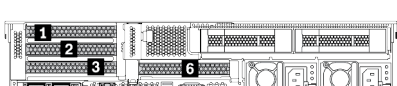
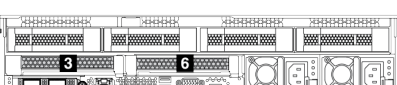
- ["슬롯 구성" 29페이지](#)
- ["PCIe 어댑터 및 슬롯 우선순위" 29페이지](#)
- ["RAID 규칙" 31페이지](#)

### 슬롯 구성

서버는 뒷면에 최대 8개의 PCIe 슬롯을 지원합니다. PCIe 슬롯 구성은 서버 모델에 따라 다릅니다.

참고: UEFI 설정에 정의된 슬롯은 물리적 슬롯과 약간 다릅니다. UEFI 설정에 정의된 슬롯에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.

- AMD EPYC 7002 시리즈 프로세서용: [https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/uefi\\_amd\\_2p/onboard\\_device.html](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/uefi_amd_2p/onboard_device.html)
- AMD EPYC 7003 시리즈 프로세서용: [https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/uefi\\_amd\\_2p\\_milan/onboard\\_device.html](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/uefi_amd_2p_milan/onboard_device.html)

서버 뒷면	PCIe 슬롯		
	라이저 1의 슬롯 1-3: • 유형 1: x16/x8/x8 • 유형 2: x16/x16/E • 유형 3: E/x16/x16	라이저 2의 슬롯 4-6: • 유형 1: x16/x8/x8 • 유형 2: x16/x16/E • 유형 3: E/x16/x16	라이저 3의 슬롯 7-8: • 유형 1: x16/x16 • 유형 2: x8/x8
	라이저 1의 슬롯 1-3: • 유형 1: x16/x8/x8 • 유형 2: x16/x16/E • 유형 3: E/x16/x16	라이저 2의 슬롯 4-6: • 유형 1: x16/x8/x8 • 유형 2: x16/x16/E • 유형 3: E/x16/x16	NA
	라이저 1의 슬롯 1-3: • 유형 1: x16/x8/x8 • 유형 2: x16/x16/E • 유형 3: E/x16/x16	라이저 2의 슬롯 6: x16	NA
	라이저 1의 슬롯 1-3: • 유형 1: x16/x8/x8 • 유형 2: x16/x16/E • 유형 3: E/x16/x16	라이저 2의 슬롯 6: x16	NA
	라이저 1의 슬롯 3: x16	라이저 2의 슬롯 6: x16	NA

### PCIe 어댑터 및 슬롯 우선순위

다음 표는 일반적인 PCIe 어댑터에 권장되는 실제 슬롯 시퀀스를 보여줍니다.

PCIe 어댑터		최대 수량	슬롯 우선순위
GPU	Single-wide LPHL (40W/75W)	8	• 1 CPU: 1, 2, 3, 7 • 2 CPU: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3
	Single-wide FHFL (150W)	3	• 1 CPU: 1, 7 • 2 CPU: 1, 4, 7
	Double-wide FHFL (250W/300W)	3	• 1 CPU: 2, 7 • 2 CPU: 2, 5, 7 참고: 더블 와이드 GPU를 설치하려면 라이저 케이징 중 하나가 필요합니다. • E/x16/x16 라이저 1/2 케이징 • x16/x16 라이저 3 케이징

PCIe 어댑터		최대 수량	슬롯 우선순위
NIC	Xilinx Alveo U25 FPGA	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 CPU: 1</li> <li>• 2 CPU: 1, 4</li> <li>• 2 CPU + 1 A100 GPU: 3, 4</li> </ul>
	Xilinx Alveo U50 FPGA	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 CPU: 1</li> <li>• 2 CPU: 1, 4, 2, 5, 7, 8</li> </ul>
	Broadcom 57508 100GbE 2-port	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 CPU: 1, 2, 3, 7</li> <li>• 2 CPU: 1, 4, 2, 5, 3, 6, 7, 8</li> </ul> <p>참고: Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter_Refresh (V2)에는 전체 높이 브래킷이 필요하며 전체 높이 슬롯에 설치해야 합니다.</p>
	Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter_Refresh (V2)		
	Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 1-port		
	Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 2-port		
	Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/200GbE VPI 2-port		
	Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE 2-port		
	Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 4-port		
	NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCIe Gen5 Adapter		
	NVIDIA ConnectX-7 NDR200/200GbE QSFP112 2-port PCIe Gen5 x16 InfiniBand Adapter		
	기타	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 CPU: 2, 3, 1, 7</li> <li>• 2 CPU: 2, 5, 3, 6, 7, 8, 1, 4</li> </ul> <p>참고: Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter에는 전체 높이 브래킷이 필요하며 전체 높이 슬롯에 설치해야 합니다.</p>
Internal SFF RAID/HBA	430-8i/4350-8i HBA	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 CPU: 2, 3, 1, 7</li> <li>• 2 CPU: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 4</li> </ul>
	530-8i/5350-8i/540-8i/930-8i/940-8i RAID		
	430-16i/4350-16i/440-16i HBA	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 CPU: 2, 3, 1, 7</li> <li>• 2 CPU: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 4</li> </ul>
	530-16i/540-16i/930-16i/940-16i/940-32i RAID		
	9350-8i	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 CPU: <ul style="list-style-type: none"> <li>- With other SFF RAID adapters: 2, 3, 1, 7</li> <li>- Without other SFF RAID adapters: 3, 2, 1, 7</li> </ul> </li> <li>• 2 CPU: <ul style="list-style-type: none"> <li>- With other SFF RAID adapters: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 4</li> <li>- Without other SFF RAID adapters: 3, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 4</li> </ul> </li> </ul>
	9350-16i	1	

PCIe 어댑터		최대 수량	슬롯 우선순위
Internal CFF RAID/HBA/RAID expander		1	앞면 새시
External RAID/HBA	930-8e/940-8e RAID	4	NA
	기타	8	
NVMe Switch/retimer	NVMe 스위치	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>32 NVMe config: 1, 2, 4, 5</li> <li>16 NVMe config: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 CPU: 1, 2, 3</li> <li>2 CPU: 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7, 8</li> </ul> </li> </ul>
	리타이머 카드	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 NVMe config: 1, 2, 4, 5</li> <li>16/8 NVMe config: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 CPU: 1, 2, 3</li> <li>2 CPU: 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7, 8</li> </ul> </li> </ul> <p>참고: 시스템이 리타이머 카드로 구성된 경우 CM6-V, CM6-R 및 CM5-V NVMe 드라이브는 지원되지 않습니다.</p>
FC HBA		8	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 CPU: 2, 3, 1, 7</li> <li>2 CPU: 2, 5, 3, 6, 7, 8, 1, 4</li> </ul> <p>참고: 지원되는 FC HBA 어댑터에 대한 자세한 정보는 <a href="https://lenovopress.com/lp1269-thinksystem-sr665-server#fibre-channel-host-bus-adapters">https://lenovopress.com/lp1269-thinksystem-sr665-server#fibre-channel-host-bus-adapters</a>의 내용을 참조하십시오.</p>
PCIe SSD		8	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 CPU: 2, 3, 1, 7</li> <li>2 CPU: 2, 5, 3, 6, 7, 8, 1, 4</li> </ul>
7mm drive cage		1	슬롯 3 또는 6
Serial port module		1	슬롯 3 또는 6
OCP 3.0		1	OCP 슬롯

## RAID 규칙

- Gen3 및 Gen4는 라이저 카드에서 함께 설치될 수 없습니다.
- 같은 PCIe 세대 그룹의 RAID 컨트롤러를 하나의 라이저 카드에 설치할 수 있습니다.
- RAID 및 HBA 컨트롤러를 하나의 라이저 카드에 설치할 수 있습니다.
- RAID/HBA 4350/5350/9350 어댑터는 동일한 시스템에서 다음 어댑터와 함께 사용할 수 없습니다.
  - Intel E810-DA2 OCP/PCIe 이더넷 어댑터
  - Intel E810-DA4 OCP/PCIe 이더넷 어댑터
  - RAID/HBA 430/530/930 어댑터
  - RAID/HBA 440/940/540 어댑터 (외부 RAID/HBA 440-8e/440-16e/940-8e 어댑터 제외)
- PCIe SSD는 RAID 기능을 지원하지 않습니다.
- RAID 940-8i 또는 RAID 940-16i 어댑터는 트라이 모드를 지원합니다. 트라이 모드가 활성화되면 서버는 SAS, SATA 및 U.3 NVMe 드라이브를 동시에 지원합니다. NVMe 드라이브는 PCIe x1 링크를 통해 컨트롤러에 연결됩니다.

참고: U.3 NVMe 드라이브에서 트라이 모드를 지원하려면 XCC Web GUI를 통해 백플레인에서 선택한 드라이브 슬롯에 대해 U.3 x1 모드를 활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 U.3 NVMe 드라이브를 감지할 수 없습니다. 자세한 정보는 "핫 스왑 드라이브 설치" 199페이지의 내용을 참조하십시오.

- HBA 430/440 어댑터는 자체 암호화 드라이브 (SED) 관리 기능을 지원하지 않습니다.
- 930/9350/940 RAID 컨트롤러에는 슈퍼 캐패시터가 필요합니다.
- 시스템에서 NVMe 스위치 어댑터를 사용하여 NVMe 드라이브 32개를 지원할 때 오버서브스크립션이 발생합니다. 세부 정보를 확인하십시오. [NVMe drive support](#)

## 열 규칙

이 도움말에서는 하드웨어 구성에 따라 서버에 대한 열 규칙을 제공합니다.

모델	CPU	구성	최대 주변 온도
모든 모델		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mellanox ConnectX-6 &lt; 100 GbE</li> <li>Xilinx Alveo U25</li> <li>NVIDIA Quadro P620 GPU</li> <li>Broadcom 57454 OCP 3.0</li> </ul>	35°C
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mellanox ConnectX-6 100 GbE/200GbE with AOC</li> <li>Mellanox ConnectX-7 200GbE/400GbE with AOC</li> <li>Xilinx Alveo U50</li> </ul> <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xilinx Alveo U50이 설치된 경우 팬 중복성 및 중간/뒷면 드라이브 베이는 지원되지 않습니다.</li> <li>8 x 2.5", 16 x 2.5" 및 8 x 3.5" 모델에서 U50 카드가 최대 6개 지원됩니다.</li> </ul>	30°C
8 x 2.5인치 모델	그룹 C/B/A/D/Z/X	T4/A2/L4 GPU	35°C
		<ul style="list-style-type: none"> <li>A10 GPU</li> <li>더블 와이드 GPU</li> <li>256GB 3DS RDIMM</li> </ul>	30°C
8 x 3.5인치/16 x 2.5인치 모델	그룹 C/B/A/D/Z/X	<ul style="list-style-type: none"> <li>싱글 와이드 GPU: T4/A2/L4, A10</li> <li>더블 와이드 GPU</li> <li>256GB 3DS RDIMM</li> </ul>	30°C
24 x 2.5인치 모델	그룹 C/B	<ul style="list-style-type: none"> <li>앞면 드라이브 베이만 해당</li> <li>중간/뒷면 2.5인치 드라이브 베이</li> </ul>	35°C
	그룹 A/D/Z/X	앞면 드라이브 베이만 해당	35°C
		<ul style="list-style-type: none"> <li>중간/뒷면 2.5인치 드라이브 베이</li> <li>7373X 또는 7473X 프로세서</li> </ul>	30°C
12 x 3.5인치 모델	그룹 C/B	<ul style="list-style-type: none"> <li>앞면 드라이브 베이만 해당</li> <li>중간/뒷면 2.5인치 드라이브 베이</li> </ul>	35°C
	그룹 A/D	앞면 드라이브 베이만 해당	35°C
		중간/뒷면 2.5인치 드라이브 베이	30°C
	그룹 Z/X	앞면 드라이브 베이만 해당	35°C
		<ul style="list-style-type: none"> <li>중간/뒷면 2.5인치 드라이브 베이</li> <li>중간/뒷면 3.5인치 드라이브 베이</li> <li>7373X 또는 7473X 프로세서</li> </ul>	30°C

**참고:** 12 x 3.5인치 SAS/SATA(앞면) + 8 x 2.5인치 NVMe(중간) 구성의 경우 다음 NVMe SSD가 설치된 경우 주변 온도가 25° C 이하로 제한되어야 합니다.

- 2.5인치 U.3 PM1733a 30.72TB RI NVMe SSD
- 2.5인치 U.3 PM1733a 15.36TB RI NVMe SSD
- 2.5인치 U.2 P5520 7.68TB RI NVMe SSD
- 2.5인치 U.2 P5520 15.36TB RI NVMe SSD
- 2.5인치 U.2 P5620 6.4TB NVMe SSD
- 2.5인치 U.2 P5620 12.8TB NVMe SSD



---

## 제 2 장 서버 구성 요소

다음은 서버 구성 요소를 찾는 데 유용한 정보입니다.

---

### 앞면 보기

이 섹션은 다른 서버 모델의 전면 뷰를 설명합니다.

- 2.5인치 앞면 드라이브 베이이 지원되는 서버 모델
  - ["Eight 2.5-inch front drive bays" 34페이지](#)
  - ["Eight 2.5-inch front drive bays \(with LCD diagnostics panel\)" 35페이지](#)
  - ["Sixteen 2.5-inch front drive bays" 36페이지](#)
  - ["Sixteen 2.5-inch front drive bays \(with LCD diagnostics panel\)" 37페이지](#)
  - ["Twenty-four 2.5-inch front drive bays" 38페이지](#)
  - ["Backplane-less" 39페이지](#)
- 3.5인치 앞면 드라이브 베이이 지원되는 서버 모델
  - ["Eight 3.5-inch front drive bays" 40페이지](#)
  - ["Twelve 3.5-inch front drive bays" 41페이지](#)
  - ["Backplane-less" 42페이지](#)

## 2.5인치 앞면 드라이브 베이 8개가 지원되는 서버 모델

다음은 2.5인치 드라이브 베이 8개가 지원되는 서버 모델의 앞면 보기를 설명합니다.

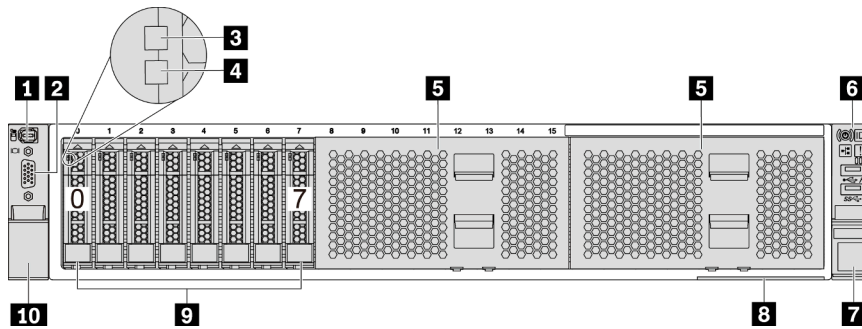


그림 4. 2.5인치 앞면 드라이브 베이 8개가 지원되는 서버 모델

표 3. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> 외부 진단 커넥터	<b>2</b> VGA 커넥터(옵션)
<b>3</b> 드라이브 활동 LED	<b>4</b> 드라이브 상태 LED
<b>5</b> 드라이브 베이 필터(2)	<b>6</b> 진단 패널이 있는 앞면 입/출력 어셈블리
<b>7</b> 랙 래치(오른쪽)	<b>8</b> 탈착식 정보 탭
<b>9</b> 드라이브 베이(8)	<b>10</b> 랙 래치(왼쪽)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 43페이지의 내용을 참조하십시오.

## 2.5인치 앞면 드라이브 베이 8개가 지원되는 서버 모델(LCD 진단 패널 포함)

다음은 2.5인치 드라이브 베이 8개가 지원되는 서버 모델의 앞면 보기를 설명합니다.

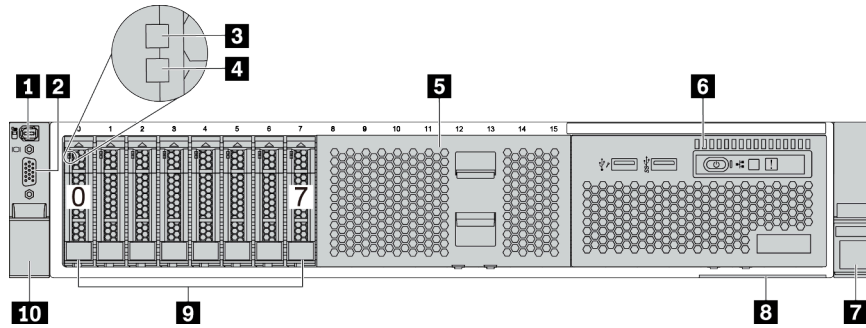


표 4. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> 외부 진단 커넥터	<b>2</b> VGA 커넥터(옵션)
<b>3</b> 드라이브 활동 LED	<b>4</b> 드라이브 상태 LED
<b>5</b> 드라이브 베이 필터	<b>6</b> LCD 진단 패널이 있는 앞면 입/출력 어셈블리
<b>7</b> 랙 래치(오른쪽)	<b>8</b> 탈착식 정보 탭
<b>9</b> 드라이브 베이(8)	<b>10</b> 랙 래치(왼쪽)

참고: 각 구성요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 43페이지의 내용을 참조하십시오.

## 2.5인치 드라이브 베이 16개가 지원되는 서버 모델

다음은 2.5인치 드라이브 베이 16개가 지원되는 서버 모델의 앞면 보기를 설명합니다.

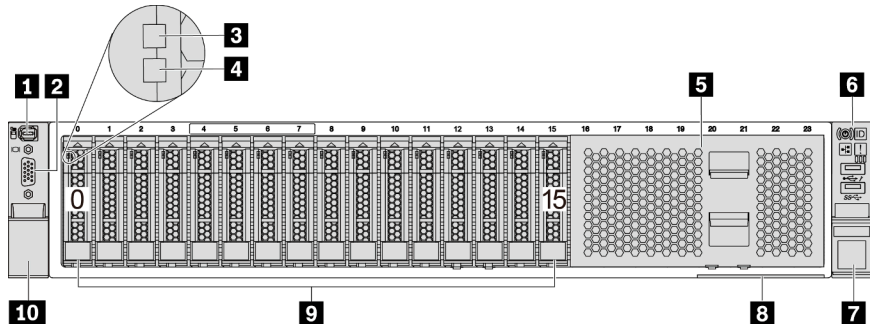


표 5. 서버 모델 앞면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> 외부 진단 커넥터	<b>2</b> VGA 커넥터(옵션)
<b>3</b> 드라이브 활동 LED	<b>4</b> 드라이브 상태 LED
<b>5</b> 드라이브 베이 필터	<b>6</b> 진단 패널이 있는 앞면 입/출력 어셈블리
<b>7</b> 랙 래치(오른쪽)	<b>8</b> 탈착식 정보 탭
<b>9</b> 드라이브 베이(16)	<b>10</b> 랙 래치(왼쪽)

참고: 각 구성요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 43페이지의 내용을 참조하십시오.

## 2.5인치 드라이브 베이 16개가 지원되는 서버 모델(LCD 진단 패널 포함)

다음은 2.5인치 드라이브 베이 16개가 지원되는 서버 모델의 앞면 보기를 설명합니다.

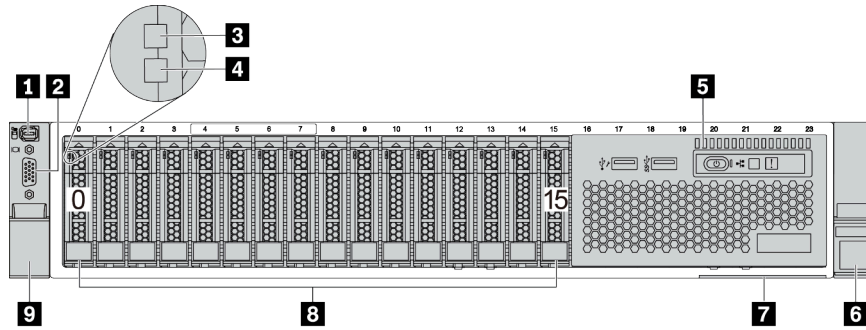


표 6. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> 외부 진단 커넥터	<b>2</b> VGA 커넥터(옵션)
<b>3</b> 드라이브 활동 LED	<b>4</b> 드라이브 상태 LED
<b>5</b> LCD 진단 패널이 있는 앞면 입/출력 어셈블리	<b>6</b> 랙 래치(오른쪽)
<b>7</b> 탈착식 정보 탭	<b>8</b> 드라이브 베이(16)
<b>9</b> 랙 래치(왼쪽)	

참고: 각 구성요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 43페이지의 내용을 참조하십시오.

## 2.5인치 앞면 드라이브 베이 24개가 지원되는 서버 모델

다음은 24 2.5인치 앞면 드라이브 베이를 사용한 서버 모델의 전면 뷰를 설명합니다.

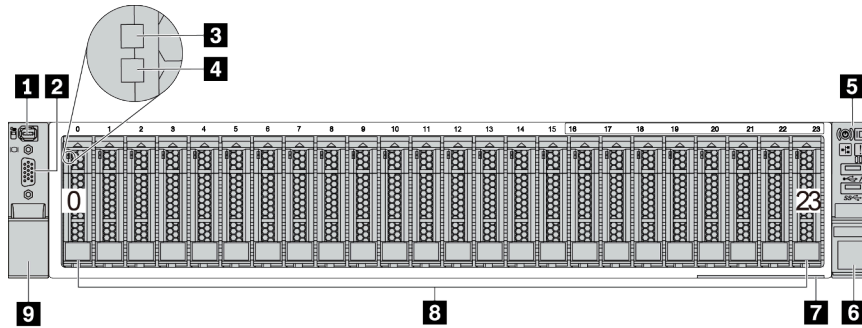


표 7. 서버 모델 앞면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> 외부 진단 커넥터	<b>2</b> VGA 커넥터(옵션)
<b>3</b> 드라이브 활동 LED	<b>4</b> 드라이브 상태 LED
<b>5</b> 진단 패널이 있는 앞면 입/출력 어셈블리	<b>6</b> 랙 래치(오른쪽)
<b>7</b> 탈착식 정보 탭	<b>8</b> 드라이브 베이 (24)
<b>9</b> 랙 래치(왼쪽)	

참고: 각 구성요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 43페이지의 내용을 참조하십시오.

## 2.5인치 앞면 드라이브 베이(백플레인 없음)가 지원되는 서버 모델

다음은 2.5인치 앞면 드라이브 베이를(백플레인 없음) 사용한 서버 모델의 전면 뷰를 설명합니다.

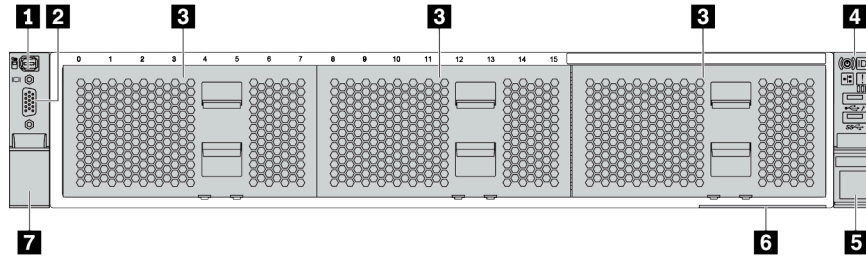


표 8. 서버 모델 앞면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> 외부 진단 커넥터	<b>2</b> VGA 커넥터(옵션)
<b>3</b> 드라이브 베이 필터(3)	<b>4</b> 진단 패널이 있는 앞면 입/출력 어셈블리
<b>5</b> 랙 래치(오른쪽)	<b>6</b> 탈착식 정보 탭
<b>7</b> 랙 래치(왼쪽)	

참고: 각 구성요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 43페이지의 내용을 참조하십시오.

## 8 3.5인치 앞면 드라이브 베이를 사용한 서버 모델

다음은 8 3.5인치 드라이브 베이를 사용한 서버 모델의 전면 뷰를 설명합니다.

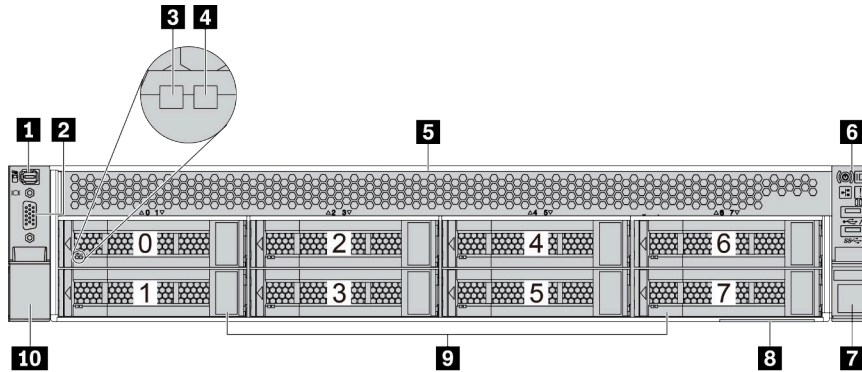


표 9. 서버 모델 앞면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> 외부 진단 커넥터	<b>2</b> VGA 커넥터(옵션)
<b>3</b> 드라이브 활동 LED	<b>4</b> 드라이브 상태 LED
<b>5</b> 드라이브 베이 필터	<b>6</b> 진단 패널이 있는 앞면 입/출력 어셈블리
<b>7</b> 랙 래치(오른쪽)	<b>8</b> 탈착식 정보 탭
<b>9</b> 드라이브 베이(8)	<b>10</b> 랙 래치(왼쪽)

참고: 각 구성요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 43페이지의 내용을 참조하십시오.



### 3.5인치 전면 드라이브 베이 12개가 지원되는 서버 모델

다음은 12 2.5인치 드라이브 베이를 사용한 서버 모델의 전면 뷰를 설명합니다.

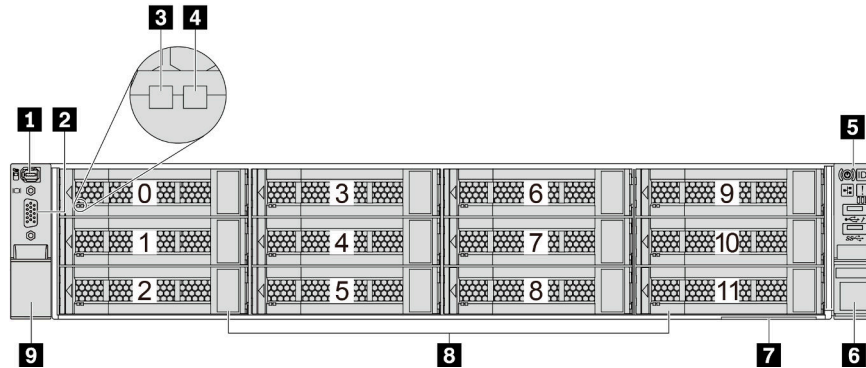


표 10. 서버 모델 앞면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> 외부 진단 커넥터	<b>2</b> VGA 커넥터(옵션)
<b>3</b> 드라이브 활동 LED	<b>4</b> 드라이브 상태 LED
<b>5</b> 진단 패널이 있는 앞면 입/출력 어셈블리	<b>6</b> 랙 래치(오른쪽)
<b>7</b> 탈착식 정보 탭	<b>8</b> 드라이브 베이(12)
<b>9</b> 랙 래치(왼쪽)	

참고: 각 구성요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 43페이지의 내용을 참조하십시오.

### 3.5인치 앞면 드라이브 베이(백플레인 없음)가 지원되는 서버 모델의 앞면 보기

다음은 3.5인치 앞면 드라이브 베이(백플레인 없음) 사용한 서버 모델의 전면 뷰를 설명합니다.

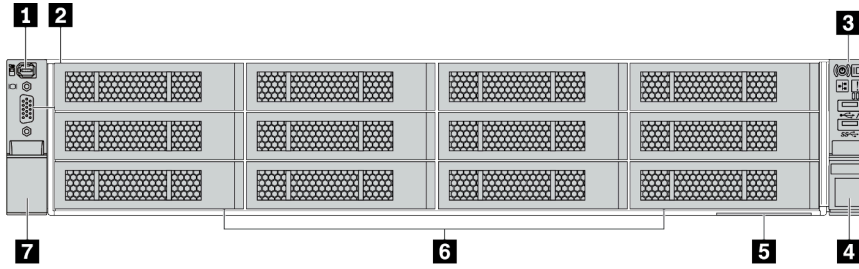


표 11. 서버 모델 앞면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> 외부 진단 커넥터	<b>2</b> VGA 커넥터(옵션)
<b>3</b> 진단 패널이 있는 앞면 입/출력 어셈블리	<b>4</b> 랙 래치(오른쪽)
<b>5</b> 탈착식 정보 탭	<b>6</b> 드라이브 베이 필터(12)
<b>7</b> 랙 래치(왼쪽)	

참고: 각 구성요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 43페이지의 내용을 참조하십시오.

## 앞면 구성 요소 개요

### 진단 패널

일부 모델에서는 진단 패널이 앞면 입/출력 어셈블리에 통합되어 있습니다. 진단 패널의 제어 장치 및 상태 LED에 대한 정보는 "[진단 패널](#)" 45페이지의 내용을 참조하십시오.

### 드라이브 LED

각 핫 스왑 드라이브에는 활동 LED와 상태 LED가 있으며 신호는 백플레인에서 제어됩니다. 색상과 속도가 다른 드라이브의 활동이나 상태가 다릅니다. 다음은 고체 상태 드라이브 또는 하드 디스크 드라이브에 LED를 설명합니다.

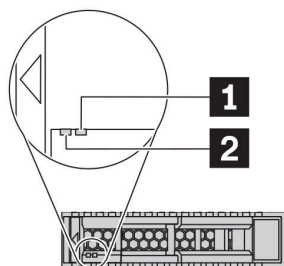


그림 5. 드라이브 LED

드라이브 LED	상태	설명
1 오른쪽 드라이브 상태 LED	노란색	이 드라이브에 오류가 있습니다.
	노란색 깜박임 (느리게 깜박임, 초당 약 1 회 깜박임)	드라이브가 다시 빌드되는 중입니다.
	노란색 깜박임 (빠르게 깜박임, 초당 약 4 회 깜박임)	RAID 어댑터가 드라이브를 찾는 중입니다.
2 왼쪽 드라이브 활동 LED	녹색	드라이브에 전원이 켜져 있지만 작동하지 않습니다.
	녹색 깜박임	드라이브가 작동 중입니다.

### 외부 진단 커넥터

커넥터는 외부 진단 핸드셋을 연결하기 위한 것입니다. 해당 기능에 대한 자세한 정보는 "[LCD 진단 패널/핸드셋](#)" 48페이지를 확인하십시오.

### LCD 진단 패널이 있는 앞면 입/출력 어셈블리

이 어셈블리에는 시스템 상태, 펌웨어 수준, 네트워크 정보 및 시스템의 상태 정보를 신속하게 얻을 수 있는 통합 LCD 진단 패널이 있습니다. 패널 기능에 대한 자세한 정보는 "[LCD 진단 패널/핸드셋](#)" 48페이지를 참조하십시오.

### 핫 스왑 드라이브 및 드라이브 베이

서버의 앞면과 뒷면에 있는 드라이브 베이는 핫 스왑 드라이브용으로 설계되었습니다. 서버에 설치된 드라이브의 수는 모델에 따라 다릅니다. 드라이브를 설치할 때 드라이브 베이 번호 순서대로 설치하십시오.

모든 드라이브 베이를 차폐물로 채워 서버의 EMI 무결성 및 냉각 조건을 보호하십시오. 비어 있는 드라이브 베이는 드라이브 필러로 채워야 합니다.

## 탈착식 정보 탭

Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블은 폴아웃 정보 탭에 첨부되었습니다. 기본 Lenovo XClarity Controller 호스트 이름 및 IPv6 링크 로컬 주소(LLA)가 탭에 제공됩니다.

자세한 정보는 "[Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결 설정](#)" 241페이지의 내용을 참조하십시오.

## 랙 래치

서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 래치를 사용하여 랙에서 서버를 꺼낼 수 있습니다. 특히 진동이 발생하기 쉬운 지역에서 서버가 밀려 나오지 않도록 랙 래치와 나사를 사용하여 랙에 서버를 고정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 레일 키트와 함께 제공되는 [랙 설치 안내서](#)를 참조하십시오.

## USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터

USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터를 사용하여 USB 키보드, USB 마우스 또는 USB 스토리지 장치와 같은 USB 호환 장치를 연결할 수 있습니다.

## VGA 커넥터

서버의 앞면과 뒷면에 있는 VGA 커넥터를 사용하여 고성능 모니터, 직접 구동 모니터 또는 VGA 커넥터를 사용하는 기타 장치를 연결할 수 있습니다.

## XClarity Controller USB 커넥터

XClarity Controller USB 커넥터는 호스트 OS에 일반 USB 2.0 커넥터로 작동할 수 있습니다. 또한 서버를 Android 또는 iOS 장치에 연결하는 데 사용할 수도 있습니다. 이렇게 연결할 경우 Lenovo XClarity Mobile 앱을 설치 및 실행하여 XClarity Controller로 시스템을 관리할 수 있습니다.

Lenovo XClarity Mobile 앱 사용에 대한 자세한 정보는 [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca\\_usemobileapp.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html)의 내용을 참조하십시오.

## 진단 패널

진단 패널에는 제어 장치, 커넥터 및 LED가 있습니다.

참고: 일부 모델의 경우 LCD 디스플레이가 있는 진단 패널을 사용할 수 있습니다. 세부 정보를 확인하십시오. ["LCD 진단 패널/핸드셋" 48페이지](#)

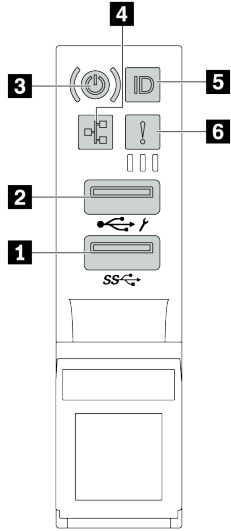


그림 6. 서버 모델의 앞면 입/출력 어셈블리

표 12. 앞면 입/출력 어셈블리의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터	<b>2</b> USB 2.0 커넥터(XClarity Controller 관리 기능)
<b>3</b> 전원 버튼(전원 상태 LED 포함)	<b>4</b> 네트워크 활동 LED(OCP 3.0 이더넷 어댑터용)
<b>5</b> 시스템 ID 버튼(시스템 ID LED 포함)	<b>6</b> 시스템 오류 LED

### **1** USB 2.0 커넥터(XClarity Controller 관리 기능)

설정에 따라 이 커넥터는 USB 2.0 기능, XClarity Controller 관리 기능 또는 둘 다를 지원합니다.

- 커넥터에 USB 2.0 기능이 설정된 경우 키보드, 마우스 또는 USB 스토리지 장치와 같은 USB 2.0 연결이 필요한 장치를 연결할 수 있습니다.
- 커넥터에 XClarity Controller 관리 기능이 설정된 경우 XClarity Controller 이벤트 로그를 실행하기 위한 응용 프로그램이 설치된 모바일 장치를 연결할 수 있습니다.
- 커넥터에 두 가지 기능이 모두 설정된 경우 3초 동안 시스템 ID 버튼을 눌러서 서로 간에 기능을 전환할 수 있습니다.

### **2** USB 3.2 Gen 1 커넥터(5Gbps)

키보드, 마우스 또는 USB 스토리지 장치와 같이 USB 2.0 또는 3.2 연결이 필요한 장치를 연결하는데 사용됩니다.

### 3 전원 버튼(전원 상태 LED 포함)

서버 설정을 마치면 전원 버튼을 눌러 서버를 켤 수 있습니다. 운영 체제에서 서버를 끌 수 없는 경우 전원 버튼을 몇 초간 눌러 서버를 끌 수도 있습니다. 전원 상태 LED는 현재 전원 상태를 확인하는 데 유용합니다.

상태	색상	설명
켜짐	녹색	서버가 켜져 실행되고 있습니다.
느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임)	녹색	서버가 꺼졌고 켜질 준비가 되었습니다(대기 상태).
빠르게 깜박임(초당 약 4회 깜박임)	녹색	서버가 꺼졌지만 XClarity Controller가 초기화 중이어서 서버가 켜질 준비가 되지 않았습니다.
꺼짐	없음	서버에 적용된 AC 전원이 없습니다.

### 4 네트워크 활동 LED

OCP 3.0 이더넷 어댑터가 설치된 경우 앞면 입/출력 어셈블리의 네트워크 활동 LED는 네트워크 연결 및 활동을 식별하는 데 유용합니다.

상태	색상	설명
켜짐	녹색	서버가 네트워크에 연결되어 있습니다.
깜박임	녹색	네트워크가 연결되어 있고 작동 중입니다.
꺼짐	없음	서버의 네트워크 연결이 끊어졌습니다.

참고: OCP 3.0 이더넷 어댑터가 설치되지 않은 경우 이 LED는 꺼져 있습니다.

## 5 시스템 ID 버튼(시스템 ID LED 포함)

이 시스템 ID 버튼과 파란색 시스템 ID LED를 사용하여 서버를 시각적으로 찾을 수 있습니다. 시스템 뒷면에도 시스템 ID LED가 있습니다. 시스템 ID 버튼을 누를 때마다 두 시스템 ID LED의 상태가 변경됩니다. LED는 켜짐, 깜박임 또는 꺼짐으로 변경될 수 있습니다.

XClarity Controller USB 커넥터가 USB 2.0 기능 및 XClarity Controller 관리 기능을 둘 다 갖추도록 설정된 경우 3초 동안 시스템 ID 버튼을 눌러서 서로 간에 기능을 전환할 수 있습니다.

## 6 시스템 오류 LED

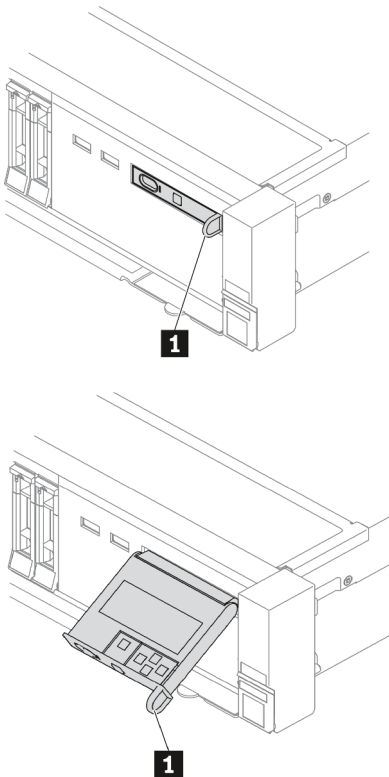
시스템 오류 LED는 서버에 대한 기본 진단 기능을 제공합니다. 시스템 오류 LED가 켜지면 서버의 다른 위치에 있는 하나 이상의 LED가 켜지고 오류의 원인을 알려줄 수 있습니다.

상태	색상	설명	조치
켜짐	노란색	서버에서 오류가 감지되었습니다. 원인은 다음과 같은 오류가 포함될 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• 팬 장애</li><li>• 메모리 오류</li><li>• 스토리지 오류</li><li>• PCIe 장치 오류</li><li>• 전원 공급 장치 오류</li><li>• CPU 오류</li><li>• 시스템 보드 오류</li></ul>	오류의 정확한 원인을 판별하려면 이벤트 로그를 확인하십시오. 또는 Lightpath 진단 프로그램에 따라 오류의 원인을 알려주는 추가 LED가 켜지는지 확인하십시오. Lightpath 진단에 대한 정보는 서버의 <i>유지보수 기술 문서</i> 를 참조하십시오.
꺼짐	없음	서버가 꺼져 있거나, 서버가 켜져 있고 올바르게 작동하고 있습니다.	없음.

## LCD 진단 패널/핸드셋

LCD 진단 패널은 서버 앞면에 부착된 구성 요소입니다. 외부 LCD 진단 핸드셋은 케이블을 사용하여 서버에 연결할 수 있는 외부 장치입니다. 내장형 구성 요소와 외부 장치의 기능은 동일하며 둘 다 활성 오류, 시스템 상태, 펌웨어 정보, 네트워크 정보 및 상태 정보와 같은 시스템 정보에 빠르게 액세스하는 데 사용할 수 있습니다.

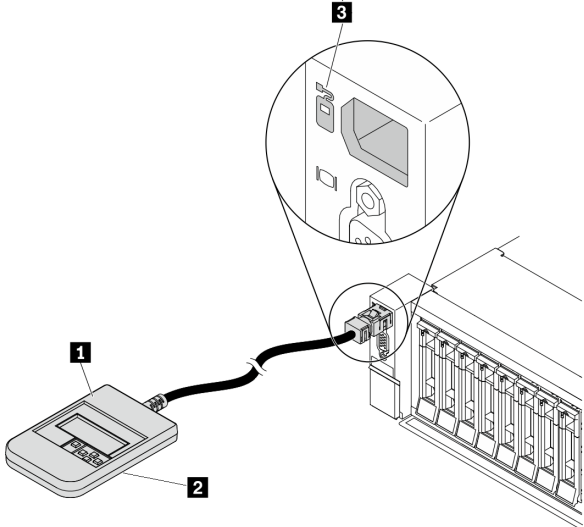
### LCD 진단 패널이 있는 위치

위치	설명
<p>LCD 진단 패널은 서버 앞면에 부착되어 있습니다.</p> 	<p><b>1</b> 패널을 꺼내서 랙에 삽입할 수 있는 손잡이입니다.</p> <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시스템 상태에 관계없이 패널을 삽입하거나 꺼낼 수 있습니다.</li> <li>• 패널을 꺼낼 때 손잡이로 조심스럽게 잡고 너무 세게 잡아당기지 마십시오.</li> </ul>

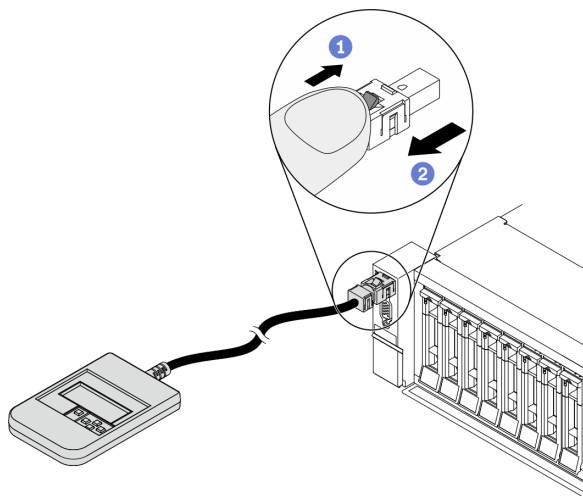
### 외부 LCD 진단 핸드셋이 있는 위치

위치	설명
<p>외부 LCD 진단 핸드셋은 외부 케이블을 사용하여 서버에 연결할 수 있습니다.</p>	<p><b>1</b> 외부 케이블을 사용하여 서버에 연결할 수 있는 LCD 진단 핸드셋입니다.</p>



위치	설명
	<p><b>2</b> 장치를 랙의 상단 또는 측면에 부착할 수 있도록 바닥이 자석 재질입니다. 이는 특정 서비스 태스크에서 양손을 자유롭게 사용할 수 있어 도움이 됩니다.</p> <p><b>3</b> 외부 LCD 진단 핸드셋을 연결하는 데 사용할 수 있는 서버 앞면에 있는 외부 진단 커넥터입니다.</p>

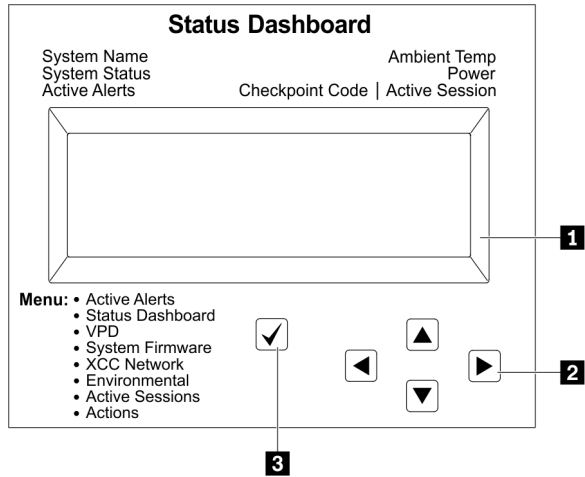
참고: 외부 핸드셋을 분리할 때 다음 단계에 주의하십시오.



1단계. 그림과 같이 플러그의 플라스틱 클립을 누르십시오.

2단계. 클립을 아래로 누른 상태로 커넥터에서 케이블을 조심스럽게 잡아 빼십시오.

## LCD 진단 패널 개요



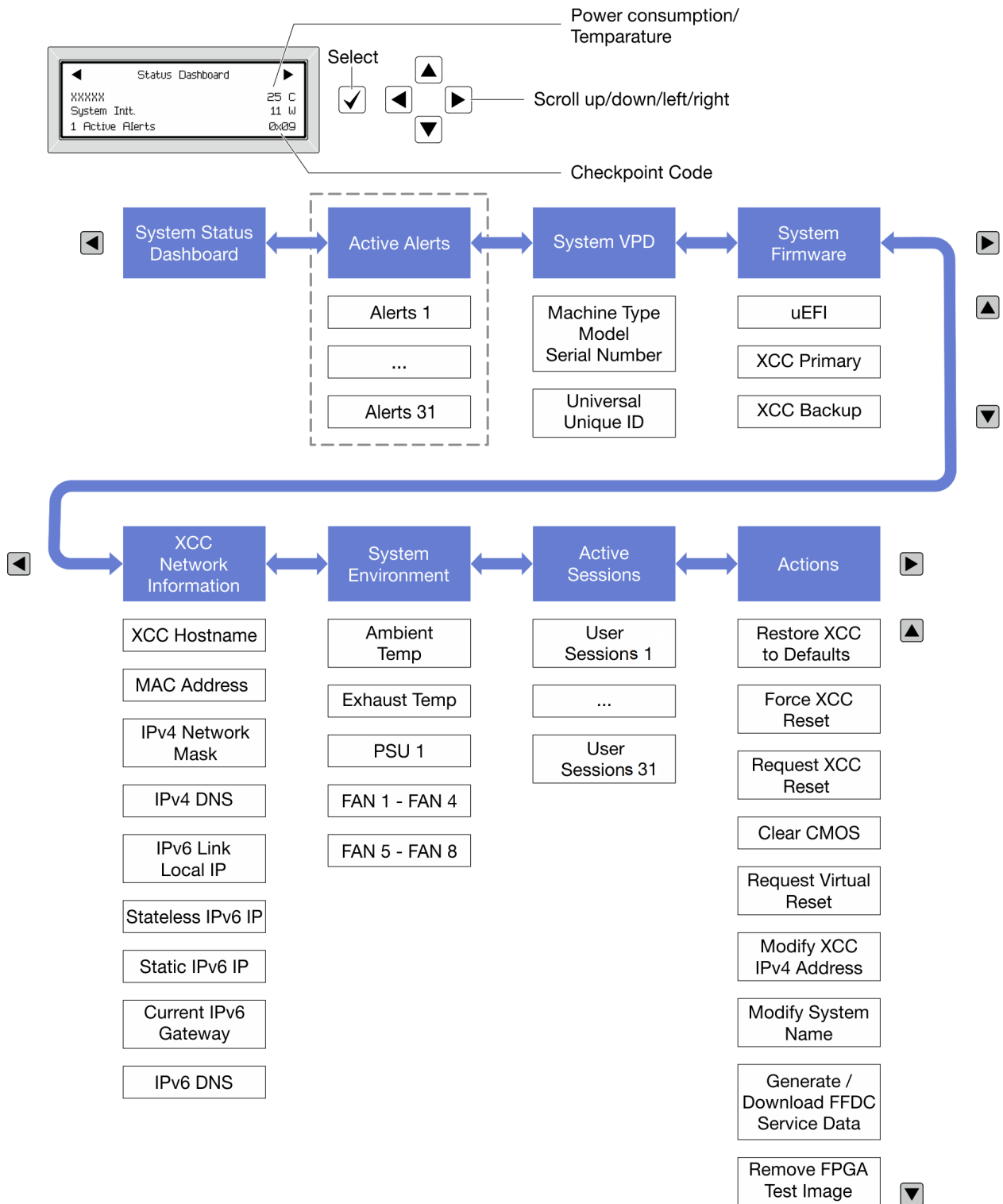
**1** LCD 디스플레이.

**2** 스크롤 버튼(위로/아래로/왼쪽/오른쪽). 스크롤 버튼을 눌러 시스템 정보를 찾고 선택합니다.

**3** 선택 버튼. 선택 버튼을 눌러 메뉴 옵션에서 선택합니다.

## 옵션 플로우 다이어그램


LCD 진단 패널/핸드셋에는 다양한 시스템 정보가 표시됩니다. 스크롤 키를 사용하여 옵션을 탐색하십시오.



## 전체 메뉴 목록

다음은 LCD 진단 패널/핸드셋에서 사용할 수 있는 옵션 목록입니다. 선택 버튼을 사용하여 옵션과 하위 정보 항목 간을 전환하고 스크롤 버튼을 사용하여 옵션 또는 정보 항목 간을 전환합니다.

### 홈 메뉴(시스템 상태 대시보드)

홈 메뉴	예
<b>1</b> 시스템 이름 <b>2</b> 시스템 상태 <b>3</b> 활성 경고 수 <b>4</b> 온도 <b>5</b> 소비 전력 <b>6</b> 체크포인트 코드	

### 활성 경고

하위 메뉴	예
홈 화면: 활성 오류 수 참고: "활성 경고" 메뉴는 활성 오류 수만 표시합니다. 오류가 발생하지 않으면 탐색하는 동안 "활성 경고" 메뉴를 사용할 수 없습니다.	1 활성 경고
세부 정보 화면: • 오류 메시지 ID(유형: 오류/경고/정보) • 발생 시간 • 가능한 오류 원인	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

### 시스템 VPD 정보

하위 메뉴	예
• 시스템 유형 및 일련 번호 • UUID(범용 고유 식별자)	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## 시스템 펌웨어

하위 메뉴	예
UEFI <ul style="list-style-type: none"> <li>• 펌웨어 수준(상태)</li> <li>• Build ID</li> <li>• 버전 번호</li> <li>• 릴리스 날짜</li> </ul>	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26
XCC 기본 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 펌웨어 수준(상태)</li> <li>• Build ID</li> <li>• 버전 번호</li> <li>• 릴리스 날짜</li> </ul>	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
XCC 백업 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 펌웨어 수준(상태)</li> <li>• Build ID</li> <li>• 버전 번호</li> <li>• 릴리스 날짜</li> </ul>	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30

## XCC 네트워크 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> <li>• XCC 호스트 이름</li> <li>• MAC 주소</li> <li>• IPv4 네트워크 마스크</li> <li>• IPv4 DNS</li> <li>• IPv6 링크 로컬 IP</li> <li>• 상태 비저장 IPv6 IP</li> <li>• 고정 IPv6 IP</li> <li>• 현재 IPv6 게이트웨이</li> <li>• IPv6 DNS</li> </ul> 참고: 현재 사용 중인 MAC 주소만 표시됩니다(확장 또는 공유).	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN  MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx  IPv4 Network Mask :x.x.x.x IPv4 Default Gateway : x.x.x.x

## 시스템 환경 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> <li>주변 온도</li> <li>배기 온도</li> <li>PSU 상태</li> <li>RPM별 팬 회전 속도</li> </ul>	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 0 C  PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C  FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

## 활성 세션

하위 메뉴	예
활성 세션 수	Active User Sessions: 1

## 작업

하위 메뉴	예
사용자에게 지원되는 몇 가지 빠른 조치 <ul style="list-style-type: none"> <li>XCC를 기본값으로 복원</li> <li>XCC 강제 재설정</li> <li>XCC 재설정 요청</li> <li>CMOS 지우기</li> <li>가상 채배치 요청</li> <li>XCC 고정 IPv4 주소/넷 마스크/게이트웨이 수정</li> <li>시스템 이름 수정</li> <li>FFDC 서비스 데이터 생성/다운로드</li> <li>FPGA 테스트 이미지 제거</li> </ul>	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold ✓ for 3 seconds

## 뒷면 보기

서버 뒷면은 여러 커넥터 및 구성 요소에 대한 액세스를 제공합니다.

다른 서버 모델에 대해서는 다음 후면 보기를 확인하십시오.

- ["Server model with eight PCIe slots" 55페이지](#)
- ["Server model with four 2.5-inch rear drive bays and six PCIe slots" 56페이지](#)
- ["Server model with eight 2.5-inch rear drive bays and four PCIe slots" 57페이지](#)
- ["Server model with two 3.5-inch rear drive bays and four PCIe slots" 58페이지](#)
- ["Server model with four 3.5-inch rear drive bays and two PCIe slots" 59페이지](#)

## PCIe 슬롯 8개가 지원되는 서버 모델

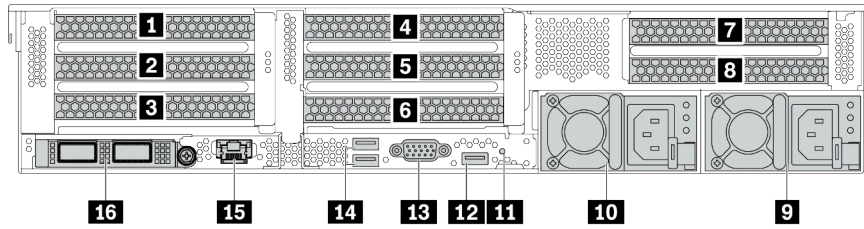


표 13. 서버 뒷면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> PCIe 슬롯 1(라이저 1 어셈블리)	<b>2</b> PCIe 슬롯 2(라이저 1 어셈블리)
<b>3</b> PCIe 슬롯 3(라이저 1 어셈블리)	<b>4</b> PCIe 슬롯 4(라이저 2 어셈블리)
<b>5</b> PCIe 슬롯 5(라이저 2 어셈블리)	<b>6</b> PCIe 슬롯 6(라이저 2 어셈블리)
<b>7</b> PCIe 슬롯 7(라이저 3 어셈블리)	<b>8</b> PCIe 슬롯 8(라이저 3 어셈블리)
<b>9</b> 전원 공급 장치 1	<b>10</b> 전원 공급 장치 2(옵션)
<b>11</b> NMI 버튼	<b>12</b> USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 1개)
<b>13</b> VGA 커넥터	<b>14</b> USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 2개)
<b>15</b> XClarity Controller 네트워크 커넥터	<b>16</b> OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터(옵션, 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[뒷면 구성 요소 개요](#)" 60페이지의 내용을 참조하십시오.

## 2.5인치 뒷면 드라이브 베이 4개 및 PCIe 슬롯 6개가 지원되는 서버 모델

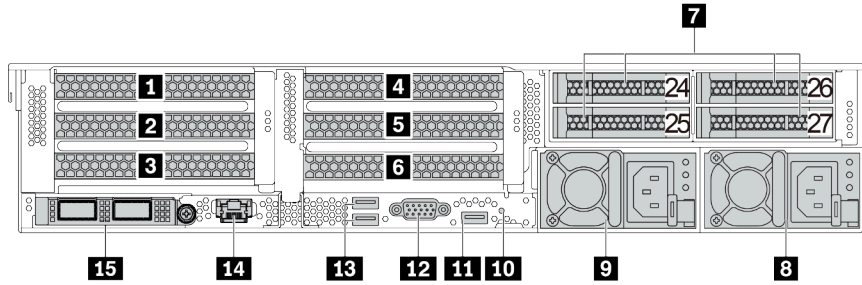


표 14. 서버 뒷면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> PCIe 슬롯 1(라이저 1 어셈블리)	<b>2</b> PCIe 슬롯 2(라이저 1 어셈블리)
<b>3</b> PCIe 슬롯 3(라이저 1 어셈블리)	<b>4</b> PCIe 슬롯 4(라이저 2 어셈블리)
<b>5</b> PCIe 슬롯 5(라이저 2 어셈블리)	<b>6</b> PCIe 슬롯 6(라이저 2 어셈블리)
<b>7</b> 2.5인치 뒷면 드라이브 베이 (4)	<b>8</b> 전원 공급 장치 1
<b>9</b> 전원 공급 장치 2(옵션)	<b>10</b> NMI 버튼
<b>11</b> USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터 (DCI 1개)	<b>12</b> VGA 커넥터
<b>13</b> USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터 (DCI 2개)	<b>14</b> XClarity Controller 네트워크 커넥터
<b>15</b> OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터(옵션, 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)	

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[뒷면 구성 요소 개요](#)" 60페이지의 내용을 참조하십시오.



## 2.5인치 뒷면 드라이브 베이 8개 및 PCIe 슬롯 4개가 지원되는 서버 모델

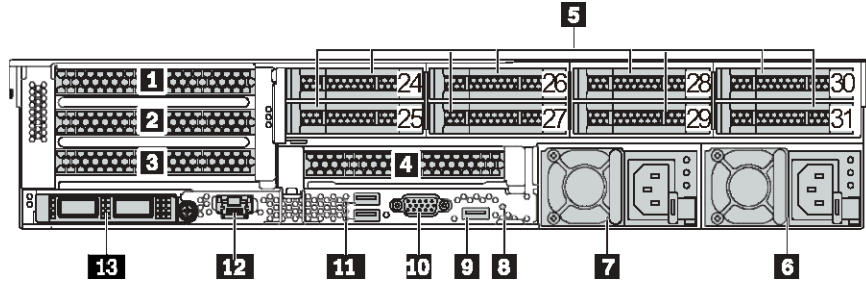


표 15. 서버 뒷면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> PCIe 슬롯 1(라이저 1 어셈블리)	<b>2</b> PCIe 슬롯 2(라이저 1 어셈블리)
<b>3</b> PCIe 슬롯 3(라이저 1 어셈블리)	<b>4</b> PCIe 슬롯 6(라이저 2 어셈블리)
<b>5</b> 2.5인치 뒷면 드라이브 베이(8)	<b>6</b> 전원 공급 장치 1
<b>7</b> 전원 공급 장치 2(옵션)	<b>8</b> NMI 버튼
<b>9</b> USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 1개)	<b>10</b> VGA 커넥터
<b>11</b> USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 2개)	<b>12</b> XClarity Controller 네트워크 커넥터
<b>13</b> OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터(옵션, 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)	

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[뒷면 구성 요소 개요](#)" 60페이지의 내용을 참조하십시오.

### 3.5인치 뒷면 드라이브 베이 2개 및 PCIe 슬롯 4개가 지원되는 서버 모델

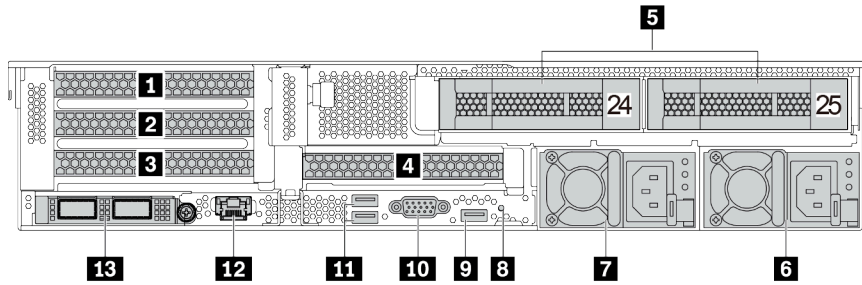


표 16. 서버 뒷면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> PCIe 슬롯 1(라이저 1 어셈블리)	<b>2</b> PCIe 슬롯 2(라이저 1 어셈블리)
<b>3</b> PCIe 슬롯 3(라이저 1 어셈블리)	<b>4</b> PCIe 슬롯 6(라이저 2 어셈블리)
<b>5</b> 3.5인치 뒷면 드라이브 베이 (2)	<b>6</b> 전원 공급 장치 1
<b>7</b> 전원 공급 장치 2(옵션)	<b>8</b> NMI 버튼
<b>9</b> USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 1개)	<b>10</b> VGA 커넥터
<b>11</b> USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 2개)	<b>12</b> XClarity Controller 네트워크 커넥터
<b>13</b> OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터(옵션, 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)	

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[뒷면 구성 요소 개요](#)" 60페이지의 내용을 참조하십시오.

### 3.5인치 뒷면 드라이브 베이 4개 및 PCIe 슬롯 2개가 지원되는 서버 모델

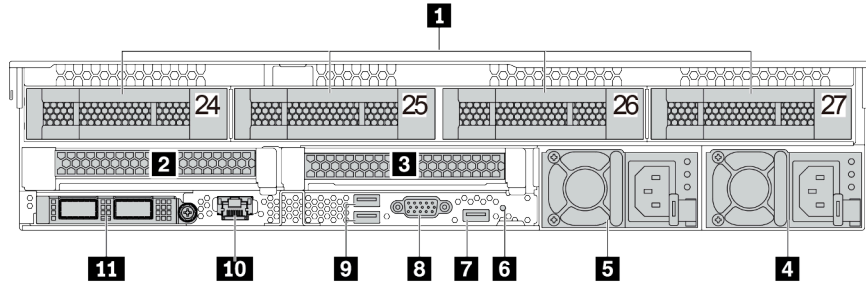


표 17. 서버 뒷면의 구성 요소

설명	설명
<b>1</b> 3.5인치 뒷면 드라이브 베이 (4)	<b>2</b> PCIe 슬롯 3(라이저 1 어셈블리)
<b>3</b> PCIe 슬롯 6(라이저 2 어셈블리)	<b>4</b> 전원 공급 장치 1
<b>5</b> 전원 공급 장치 2(옵션)	<b>6</b> NMI 버튼
<b>7</b> USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터 (DCI 1개)	<b>8</b> VGA 커넥터
<b>9</b> USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터 (DCI 2개)	<b>10</b> XClarity Controller 네트워크 커넥터
<b>11</b> OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터(옵션, 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)	

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[뒷면 구성 요소 개요](#)" 60페이지의 내용을 참조하십시오.

## 뒷면 구성 요소 개요

### 드라이브 LED

각 핫 스왑 드라이브에는 활동 LED와 상태 LED가 있으며 신호는 백플레인에서 제어됩니다. 색상과 속도가 다른 드라이브의 활동이나 상태가 다릅니다. 다음은 고체 상태 드라이브 또는 하드 디스크 드라이브에 LED를 설명합니다.

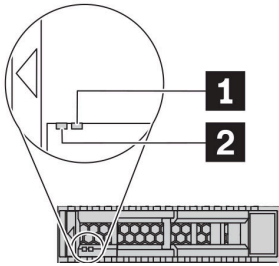


그림 7. 드라이브 LED

드라이브 LED	상태	설명
<b>1</b> 오른쪽 드라이브 상태 LED	노란색	이 드라이브에 오류가 있습니다.
	노란색 깜박임 (느리게 깜박임, 초당 약 1 회 깜박임)	드라이브가 다시 빌드되는 중입니다.
	노란색 깜박임 (빠르게 깜박임, 초당 약 4 회 깜박임)	RAID 어댑터가 드라이브를 찾는 중입니다.
<b>2</b> 왼쪽 드라이브 활동 LED	녹색	드라이브에 전원이 켜져 있지만 작동하지 않습니다.
	녹색 깜박임	드라이브가 작동 중입니다.

### 이더넷 커넥터



그림 8. OCP 모듈(커넥터 2개)



그림 9. OCP 모듈(커넥터 4개)

#### 참고:

- OCP 3.0 이더넷 어댑터에는 네트워크 연결에 사용되는 2개 또는 4개의 추가 이더넷 커넥터가 있습니다.
- 기본적으로 OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터 1(서버 뒷면에서 볼 때 왼쪽에서 첫 번째 포트)은 공유 관리 용량을 사용하는 관리 커넥터로도 작동할 수 있습니다. 공유 관리 커넥터가 실패하면 트래픽이 어댑터의 다른 커넥터로 자동으로 전환될 수 있습니다.

### 핫 스왑 드라이브 및 드라이브 베이

서버의 앞면과 뒷면에 있는 드라이브 베이는 핫 스왑 드라이브용으로 설계되었습니다. 서버에 설치된 드라이브의 수는 모델에 따라 다릅니다. 드라이브를 설치할 때 드라이브 베이 번호 순서대로 설치하십시오.

모든 드라이브 베이를 차폐물로 채워 서버의 EMI 무결성 및 냉각 조건을 보호하십시오. 비어 있는 드라이브 베이는 드라이브 필터로 채워야 합니다.

## NMI 버튼

프로세서에 대해 NMI(마스크 불가능 인터럽트)를 강제 실행하려면 이 버튼을 누르십시오. 이 버튼을 누르면 운영 체제를 정지시키고(예: Windows 죽음의 블루 스크린) 메모리 덤프를 수행할 수 있습니다. 이 버튼을 누르려면 연필이나 클립을 펴서 그 끝을 사용해야 할 수도 있습니다.

## PCIe 슬롯

PCIe 슬롯은 서버 뒷면에 있으며 이 서버는 라이저 1, 2 및 3 어셈블리에서 최대 8개의 PCIe 슬롯을 지원합니다. PCIe 슬롯에 관한 자세한 정보는 "[PCIe 슬롯 및 구성](#)" 29페이지의 내용을 참고하십시오.

아래에는 슬롯에서 지원되는 모든 부품이 나열되어 있습니다.

- COM 케이블(슬롯 3 또는 6만 해당)
- 파이버 채널 HBA 어댑터
- GPU 어댑터
- RAID/HBA 어댑터
- 네트워크 어댑터
- NVMe 스위치 어댑터
- 두께 7mm 2.5-인치 SSDs (슬롯 3 또는 6 전용)
- PCIe SSD

## 전원 공급 장치

핫 스왑 보조 전원 공급 장치는 전원 공급 장치에 장애가 발생한 경우 시스템 작동에 중요한 영향을 주는 시스템 중단을 예방하는 데 유용합니다. Lenovo에서 전원 공급 장치 옵션을 구입하여 전원 공급 장치를 설치하면 서버를 끄지 않고 예비 전원을 구성할 수 있습니다.

각 전원 공급 장치에서 전원 코드 커넥터 근처에 상태 LED가 3개 있습니다. LED에 대한 정보는 "[뒷면 LED](#)" 61페이지의 내용을 참조하십시오.

## USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터

USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터를 사용하여 USB 키보드, USB 마우스 또는 USB 스토리지 장치와 같은 USB 호환 장치를 연결할 수 있습니다.

## VGA 커넥터

서버의 앞면과 뒷면에 있는 VGA 커넥터를 사용하여 고성능 모니터, 직접 구동 모니터 또는 VGA 커넥터를 사용하는 기타 장치를 연결할 수 있습니다.

## XClarity Controller 네트워크 커넥터

XClarity Controller 네트워크 커넥터는 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)를 관리하기 위해 이더넷 케이블을 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

## 뒷면 LED

이 섹션의 그림은 서버 뒷면의 LED를 보여줍니다.

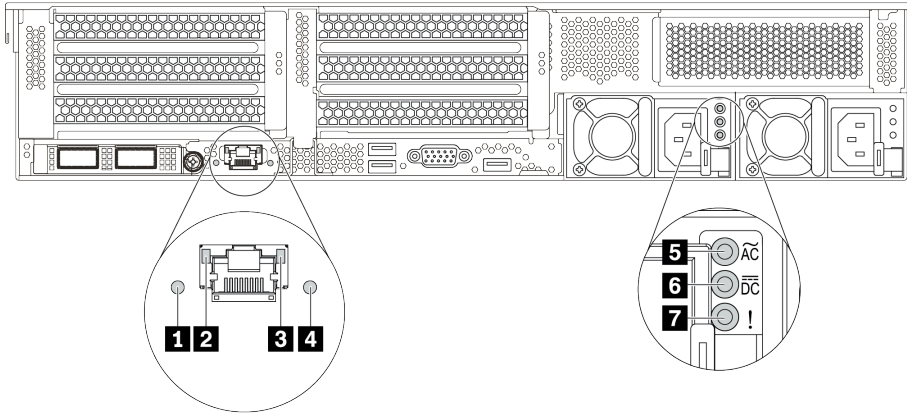


그림 10. 서버의 뒷면 LED

표 18. 서버 뒷면의 LED

설명	설명
<b>1</b> 시스템 ID LED	<b>2</b> 이더넷 링크 LED
<b>3</b> 이더넷 활동 LED	<b>4</b> 시스템 오류 LED
<b>5</b> 전원 입력 LED	<b>6</b> 전원 출력 LED
<b>7</b> 전원 공급 장치 오류 LED	

#### 1 시스템 ID LED

이 파란색 시스템 ID LED를 사용하여 해당 서버를 찾을 수 있습니다. 서버의 앞면에도 시스템 ID LED가 있습니다. 시스템 ID 버튼을 누를 때마다 두 시스템 ID LED의 상태가 변경됩니다. LED는 켜짐, 깜박임 또는 꺼짐으로 변경될 수 있습니다.

#### 2 3 이더넷 상태 LED

BMC 관리 커넥터에는 2개의 상태 LED가 있습니다.

이더넷 상태 LED	색상	상태	설명
<b>2</b> 이더넷 링크 LED	녹색	켜짐	네트워크 링크가 설정되어 있습니다.
	없음	꺼짐	네트워크 링크가 끊어져 있습니다.
<b>3</b> 이더넷 활동 LED	녹색	깜박임	네트워크 링크가 연결되어 있고 작동 중입니다.
	없음	꺼짐	서버가 LAN에서 연결이 끊어졌습니다.

#### 4 시스템 오류 LED

시스템 오류 LED는 서버에 대한 기본 진단 기능을 제공합니다. 시스템 오류 LED가 켜지면 서버의 다른 위치에 있는 하나 이상의 LED가 켜지고 오류의 원인을 알려줄 수 있습니다. 자세한 정보는 "[진단 패널](#)" 45페이지의 내용을 참조하십시오.

#### 5 전원 입력 LED

#### 6 전원 출력 LED

## 7 전원 공급 장치 오류 LED

각 핫 스왑 전원 공급 장치에는 3개의 상태 LED가 있습니다.

LED	설명
<b>5</b> 전원 입력 LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>녹색: 전원 공급 장치가 AC 전원에 연결되어 있습니다.</li> <li>꺼짐: 전원 공급 장치가 AC 전원에서 분리되거나 전원 문제가 발생합니다.</li> </ul>
<b>6</b> 전원 출력 LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>녹색: 서버가 켜져 있으며 전원 공급 장치가 정상적으로 작동합니다.</li> <li>깜빡임 녹색: 전원 공급 장치가 제로 출력 모드에 있습니다(대기). 서버 전력 부하가 낮은 경우 설치된 전원 공급 장치 중 한 개가 대기 상태로 전환되는 동시에 나머지 한 개는 전체 부하를 감당합니다. 전력 부하가 증가하는 경우 대기 중인 예비 전원 공급 장치가 활성 상태로 전환되어 서버에 충분한 전원을 공급합니다.</li></ul> <p>제로 출력 모드를 비활성화하려면 Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스에 로그인하여 서버 구성 → 전원 정책을 선택하고 제로 출력 모드를 비활성화한 다음 적용을 클릭하십시오. 제로 출력 모드를 사용하지 않도록 설정하는 경우 양쪽 전원 공급 장치 모두 활성 상태가 됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>꺼짐: 서버의 전원이 꺼져 있거나 전원 공급 장치가 제대로 작동하지 않습니다. 서버의 전원이 켜져 있지만 전원 출력 LED가 꺼져 있으면 전원 공급 장치를 교체하십시오.</li> </ul>
<b>7</b> 전원 공급 장치 오류 LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>노란색: 전원 공급 장치가 고장났습니다. 이 문제를 해결하려면 전원 공급 장치를 교체하십시오.</li> <li>꺼짐: 전원 공급 장치가 정상적으로 작동합니다.</li> </ul>

## 시스템 보드

이 섹션의 그림은 시스템 보드의 구성 요소 위치를 보여줍니다.

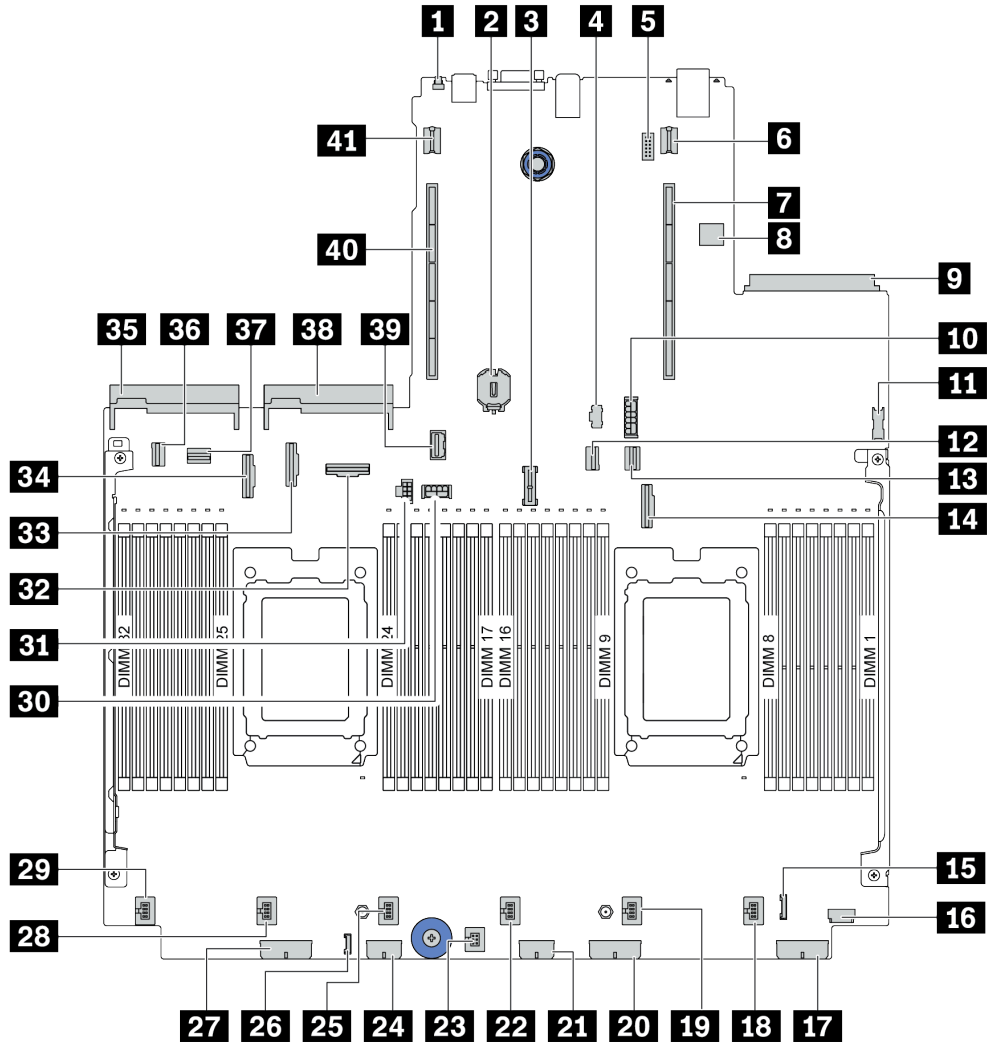


그림 11. 시스템 보드 구성 요소

<b>1</b> NMI 버튼	<b>2</b> CMOS 배터리 (CR2032)
<b>3</b> TPM 모듈 커넥터	<b>4</b> M.2 전원 커넥터
<b>5</b> 직렬 포트 모듈 커넥터	<b>6</b> 라이저 1 전원 커넥터
<b>7</b> 라이저 1 슬롯	<b>8</b> 내부 USB 커넥터
<b>9</b> OCP 3.0 이더넷 어댑터 커넥터	<b>10</b> 7mm SSD 전원 커넥터
<b>11</b> 앞면 USB 커넥터	<b>12</b> PCIe 커넥터 1
<b>13</b> PCIe 커넥터 2	<b>14</b> PCIe 커넥터 3



<b>15</b> 앞면 I/O 커넥터	<b>16</b> 앞면 VGA 커넥터
<b>17</b> 백플레인 전원 커넥터 3	<b>18</b> 팬 1 커넥터
<b>19</b> 팬 2 커넥터	<b>20</b> 백플레인 전원 커넥터 2
<b>21</b> RAID 확장기 전원 커넥터	<b>22</b> 팬 3 커넥터
<b>23</b> 침입 스위치 커넥터	<b>24</b> CFF RAID/HBA 전원 커넥터
<b>25</b> 팬 4 커넥터	<b>26</b> 외부 LCD 커넥터
<b>27</b> 백플레인 전원 커넥터 1	<b>28</b> 팬 5 커넥터
<b>29</b> 팬 6 커넥터	<b>30</b> 라이저 3 GPU 전원 커넥터
<b>31</b> 라이저 3 전원 커넥터	<b>32</b> PCIe 커넥터 6
<b>33</b> PCIe 커넥터 8	<b>34</b> PCIe 커넥터 7
<b>35</b> 전원 공급 장치 1 커넥터	<b>36</b> PCIe 커넥터 4
<b>37</b> PCIe 커넥터 5	<b>38</b> 전원 공급 장치 2 커넥터
<b>39</b> 라이저 3 사이드밴드 커넥터	<b>40</b> 라이저 2 슬롯
<b>41</b> 라이저 2 전원 커넥터	

## 시스템 보드 LED

이 섹션의 그림은 시스템 보드의 LED를 보여줍니다.

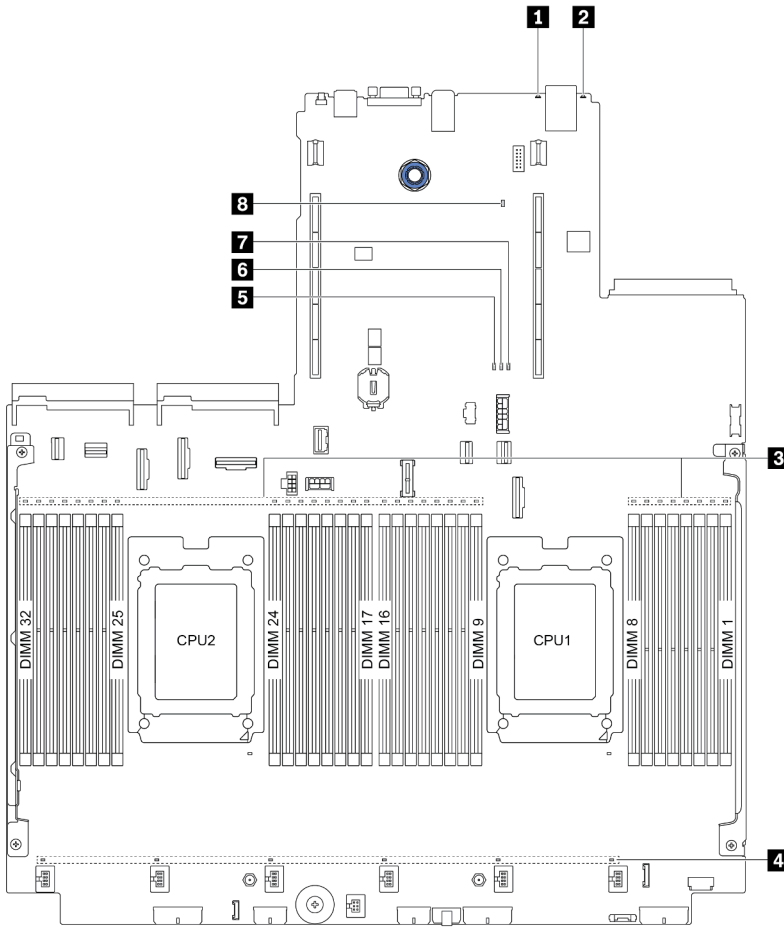


그림 12. 시스템 보드 LED

표 19. 시스템 보드의 LED

설명	설명
<b>1</b> 시스템 오류 LED	<b>2</b> 시스템 ID LED
<b>3</b> DIMM 오류 LED(32)	<b>4</b> 팬 오류 LED(6)
<b>5</b> FPGA 오류 LED	<b>6</b> FPGA 하트비트 LED
<b>7</b> FPGA 전원 LED	<b>8</b> XCC 하트비트 LED

### **1** 시스템 오류 LED

이 노란색 LED가 켜지면 서버의 다른 위치에 있는 하나 이상의 LED가 켜지고 오류의 원인을 알려줄 수 있습니다. 자세한 정보는 "[진단 패널](#)" 45페이지의 내용을 참조하십시오.

### **2** 시스템 ID LED

이 파란색 시스템 ID LED를 사용하여 해당 서버를 찾을 수 있습니다. 서버의 앞면에도 시스템 ID LED가 있습니다. 시스템 ID 버튼을 누를 때마다 두 시스템 ID LED의 상태가 변경됩니다. LED는 켜짐, 깜박임 또는 꺼짐으로 변경될 수 있습니다.

### 3 DIMM 오류 LED

DIMM 오류 LED가 켜지면 해당 메모리 모듈에 장애가 발생했음을 나타냅니다.

### 4 팬 오류 LED

팬 오류 LED가 켜지면 해당 시스템 팬이 느리게 작동하거나 장애가 발생했음을 나타냅니다.

### 5 FPGA 오류 LED

FPGA 오류 LED는 다른 FPGA 오류를 식별하는 데 도움이 됩니다.

상태	색상	설명
켜짐	녹색	FPGA 실행 이미지는 테스트 Build 이미지입니다.
깜박임	녹색	<ul style="list-style-type: none"> <li>깜박임(느리게 깜박임, 초당 약 1회 깜박임): 하나 이상의 전원 오류가 발생했습니다.</li> <li>깜박임(빠르게 깜박임, 초당 약 4회 깜박임): FPGA가 RSMRST_N을 표시하지 않습니다.</li> </ul>
꺼짐	없음	전원 오류가 발생하지 않았습니다.

### 6 FPGA 하트비트 LED

FPGA 하트비트 LED는 다른 FPGA 오류를 식별하는 데 도움이 됩니다.

상태	색상	설명
켜짐 또는 꺼짐	녹색	FPGA가 작동하지 않습니다.
깜박임	녹색	FPGA가 정상적으로 작동합니다.

### 7 FPGA 전원 LED

FPGA 전원 LED는 다른 FPGA 오류를 식별하는 데 도움이 됩니다.

상태	색상	설명
켜짐	녹색	FPGA 전원이 켜져 있습니다.
깜박임	녹색	<ul style="list-style-type: none"> <li>깜박임(느리게 깜박임, 초당 약 1회 점멸): FPGA 전원이 꺼졌습니다.</li> <li>깜박임(빠르게 깜박임, 초당 약 4회 깜박임): FPGA 권한이 지연되었습니다.</li> </ul>

### 8 XCC 하트비트 LED

XCC 하트비트 LED는 XCC 상태를 식별하는 데 도움이 됩니다.

상태	색상	설명
켜짐	녹색	XCC가 활성 상태가 아닙니다.
깜박임	녹색	XCC가 활성 상태입니다.
꺼짐	없음	XCC가 활성 상태가 아닙니다.

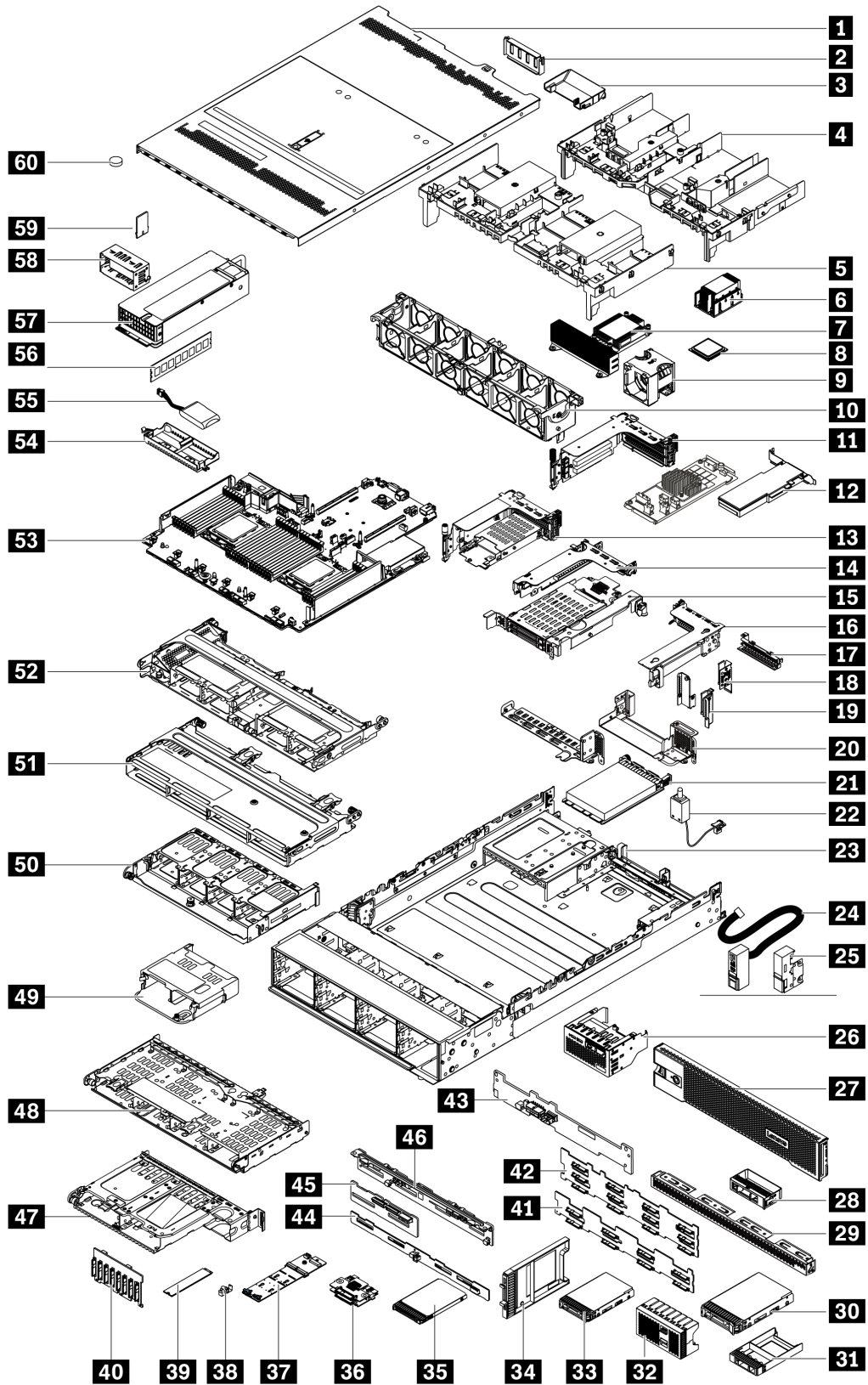
---

## 부품 목록

부품 목록을 사용하여 서버에서 사용 가능한 각 구성 요소를 식별하십시오.

참고: 모델에 따라 일부 서버는 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 일부 부품은 일부 모델에서만 사용 가능합니다. 부품 주문에 대한 자세한 내용은 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665/7d2w/parts>로 이동하십시오.

새 부품을 구매하기 전에 Lenovo Capacity Planner를 사용하여 서버의 전력 요약 데이터를 확인하는 것이 좋습니다.



다음 표에 나열된 부품은 다음 중 하나로 식별됩니다.

- T1: 계층 1 CRU(고객 교체 가능 유닛). 계층 1 CRU 교체 책임은 사용자에게 있습니다. 서비스 계약 없이 사용자의 요청에 따라 Lenovo에서 계층 1 CRU를 설치할 경우 설치 요금이 부과됩니다.
- T2: 계층 2 CRU(고객 교체 가능 유닛). 계층 2 CRU를 직접 설치하거나 서버에 지정된 보증 서비스 유형에 따라 추가 비용 없이 Lenovo에 설치를 요청할 수 있습니다.
- F: FRU(현장 교체 가능 유닛). FRU는 숙련된 서비스 기술자만 설치할 수 있습니다.
- C: 소모품 및 구조 부품. 소모품 및 구조 부품(필터 또는 베젤과 같은 구성 요소)의 구매 및 교체 책임은 사용자에게 있습니다. 사용자의 요청에 따라 Lenovo에서 구조 구성 요소를 구매하거나 설치할 경우 서비스 요금이 부과됩니다.

설명	유형	설명	유형
<b>1</b> 윗면 덮개	T1	<b>31</b> 1 x 2.5인치 드라이브 베이 필터	C
<b>2</b> GPU 필터	C	<b>32</b> 4 x 2.5인치 드라이브 베이 필터	C
<b>3</b> 추가 기능 GPU 공기 조절 장치	T1	<b>33</b> 2.5인치 HDD/SSD	T1
<b>4</b> GPU 공기 조절 장치	T1	<b>34</b> 7mm SSD 필터	C
<b>5</b> 표준 공기 조절 장치	T1	<b>35</b> 7mm SSD	T1
<b>6</b> 표준 방열판	F	<b>36</b> 7mm 드라이브 백플레인(상단+하단)	T2
<b>7</b> 성능 방열판(T자형)	F	<b>37</b> M.2 어댑터	F
<b>8</b> 프로세서	F	<b>38</b> M.2 고정 클립	T2
<b>9</b> 팬 모듈	T1	<b>39</b> M.2 드라이브	F
<b>10</b> 팬 케이징	T1	<b>40</b> 8 x 2.5인치 앞면 드라이브 백플레인	T1
<b>11</b> 라이저 1/2 어셈블리, 3 FH	T1	<b>41</b> 8 x 3.5인치 앞면 드라이브 백플레인	T1
<b>12</b> PCIe 어댑터	T1	<b>42</b> 12 x 3.5인치 앞면 드라이브 백플레인	T1
<b>13</b> 라이저 1 어셈블리, 7mm + FH 슬롯 2개	T1	<b>43</b> 2 x 3.5인치 뒷면 드라이브 백플레인	T1
<b>14</b> 라이저 2 어셈블리, 1FH	T1	<b>44</b> 8 x 2.5인치 뒷면 드라이브 백플레인	T1
<b>15</b> 라이저 2 어셈블리, 7mm	T1	<b>45</b> 4 x 2.5인치 뒷면/중간 드라이브 백플레인	T1
<b>16</b> 라이저 3 어셈블리, 2FH	T1	<b>46</b> 4 x 3.5인치 뒷면/중간 드라이브 백플레인	T1
<b>17</b> 라이저 2 필터, 1FH	C	<b>47</b> 2 x 3.5인치 뒷면 드라이브 케이징(BP4)	T1
<b>18</b> 뒷면 벽 브래킷 A1	T1	<b>48</b> 4 x 3.5인치 뒷면 드라이브 케이징(BP4)	T1
<b>19</b> 뒷면 벽 브래킷 B1/B2	T1	<b>49</b> 4 x 2.5인치 뒷면 드라이브 케이징(BP4)	T1
<b>20</b> 뒷면 벽 브래킷 C1/C2	T1	<b>50</b> 8 x 2.5인치 뒷면 드라이브 케이징(BP4)	T1
<b>21</b> OCP 3.0 이더넷 어댑터	T1	<b>51</b> 4 x 3.5인치 중간 드라이브 케이징(BP5)	T1
<b>22</b> 침입 스위치 케이싱	T1	<b>52</b> 8 x 2.5인치 중간 드라이브 케이징(BP5, BP6)	T1
<b>23</b> 새시	F	<b>53</b> 시스템 보드	F
<b>24</b> 랙 래치(앞면 입/출력 통합)	T1	<b>54</b> RAID 슈퍼 캐패시터 홀더	C
<b>25</b> 표준 랙 래치	T1	<b>55</b> RAID 슈퍼 캐패시터 모듈	T1
<b>26</b> LCD 진단 패널이 있는 앞면 입/출력 어셈블리	T1	<b>56</b> 메모리 모듈	T1
<b>27</b> 보안 베젤	T1	<b>57</b> 전원 공급 장치	T1
<b>28</b> 1 x 3.5인치 드라이브 베이 필터	C	<b>58</b> 전원 공급 장치 필터	C

설명	유형	설명	유형
<b>29</b> 4 x 3.5인치 드라이브 베이 필러	C	<b>59</b> TPM 어댑터(중국 본토만 해당)	F
<b>30</b> 3.5인치 HDD	T1	<b>60</b> CMOS 배터리(CR2032)	C

## 전원 코드

서버를 설치하는 국가 및 지역에 따라 여러 전원 코드를 사용할 수 있습니다.

서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. 사이트로 이동하십시오.

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)를 클릭하십시오.

3. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.

4. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전원) → Power Cables(케이블)를 클릭하십시오.

### 참고:

- 안전을 위해 접지된 연결 플러그가 있는 전원 코드가 이 제품에 사용하도록 제공됩니다. 감전 위험을 피하려면 항상 전원 코드를 사용하고 올바르게 접지된 콘센트에 연결하십시오.
- 미국 및 캐나다에서 이 제품에 사용되는 전원 코드는 UL(Underwriter's Laboratories)에서 나열하고 CSA(Canadian Standards Association)에서 인증합니다.
- 115V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우: 최소 18AWG, SVT 또는 SJT 유형, 3상 코드, 최대 길이 15피트 및 병렬 블레이드, 15A 정격 접지형 연결 플러그, 125V로 구성된 UL 등록 및 CSA 인증 코드 세트를 사용하십시오.
- 230V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우(미국 전용): 최소 18AWG, SVT 또는 SJT 유형, 3상 코드, 최대 길이 15피트 및 직렬 블레이드, 15A 정격 접지형 연결 플러그, 250V로 구성된 UL 등록 및 CSA 인증 코드 세트를 사용하십시오.
- 230V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우(미국 이외 지역): 접지형 연결 플러그가 있는 코드 세트를 사용하십시오. 코드 세트는 장비를 설치할 국가의 적합한 안전 승인이 있어야 합니다.
- 특정 국가 또는 지역의 전원 코드는 보통 해당 국가 또는 지역에서만 사용할 수 있습니다.





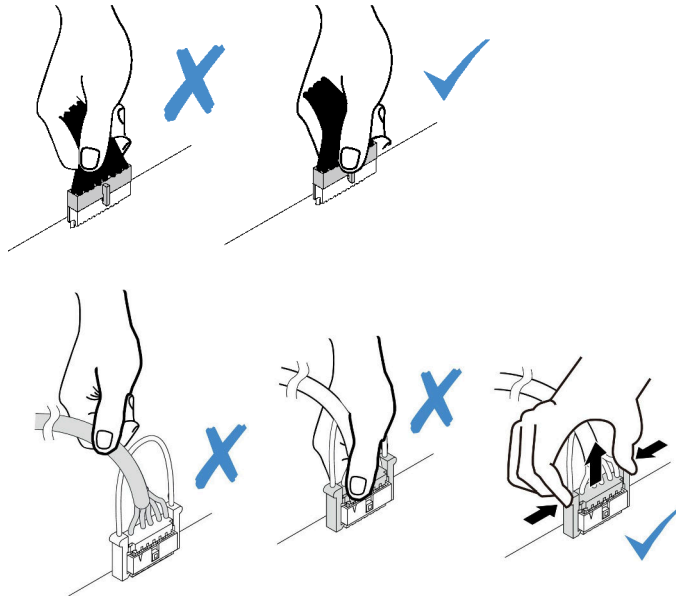
## 제 3 장 내장 케이블 배선

서버의 일부 구성 요소에는 케이블 및 케이블 커넥터가 내장되어 있습니다.

케이블을 연결하려면 다음 지침을 준수하십시오.

- 내장 케이블을 연결하거나 분리하기 전에 서버를 끄십시오.
- 추가 케이블링 지시사항은 외장 장치와 함께 제공되는 문서를 참고하십시오. 장치를 서버에 연결하기 전에 케이블을 배선하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
- 일부 케이블의 케이블 ID는 서버 및 옵션 장치와 함께 제공된 케이블에 인쇄되어 있습니다. 이 ID를 사용하여 올바른 커넥터에 케이블을 연결할 수 있습니다.
- 케이블이 고정되지 않고 시스템 보드의 구성 요소를 가리거나 커넥터를 덮지 않는지 확인하십시오.
- 해당 케이블이 케이블 클립을 통과하는지 확인하십시오.

참고: 시스템 보드에서 케이블을 분리할 때 래치, 잠금 해제 탭 또는 케이블 커넥터의 잠금 장치를 모두 분리하십시오. 케이블을 제거하기 전에 이러한 잠금 장치를 해제하지 않으면 시스템 보드의 깨지기 쉬운 케이블 소켓이 손상됩니다. 케이블 소켓이 손상되면 시스템 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.



## 앞면 입/출력 어셈블리

이 섹션을 사용하여 앞면 입/출력 어셈블리에 대한 케이블 배선을 이해하십시오.

참고: 이 그림에서는 3.5인치 앞면 드라이브 베이 12개가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선을 보여줍니다. 서버 앞면에 있는 각 커넥터 위치는 모델에 따라 다릅니다. 다른 모델에서 앞면 입/출력 구성 요소의 자세한 위치는 "[앞면 보기](#)" 33페이지의 내용을 참조하십시오.

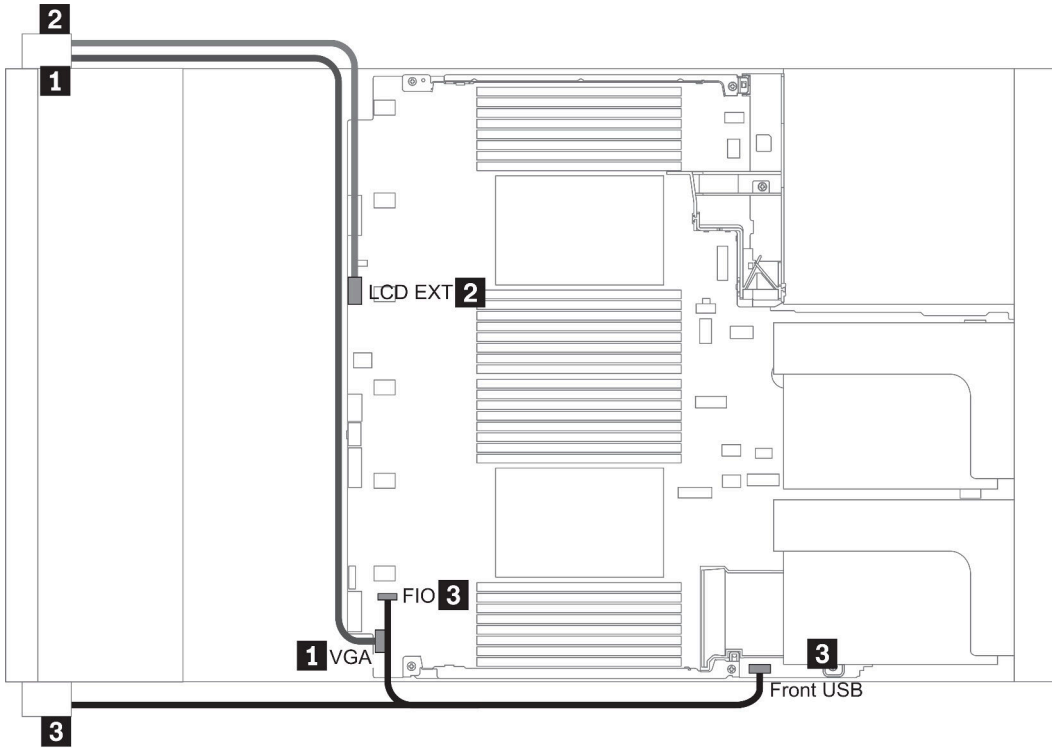


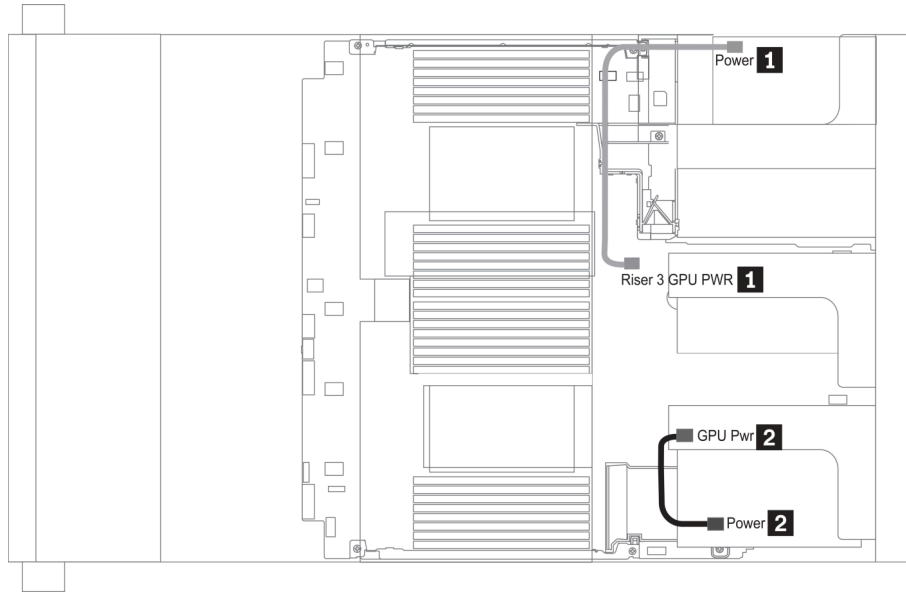
그림 13. Front I/O assembly cable routing

From	To
<b>1</b> VGA cable on the left rack latch	VGA connector on the system board
<b>2</b> External diagnostics cable on the left rack latch	External LCD connector on the system board
<b>3</b> Front USB and panel cable on the right rack latch	Front I/O and front USB connectors on the system board

## GPU

이 섹션을 사용하여 GPU에 대한 케이블 배선을 이해하십시오.

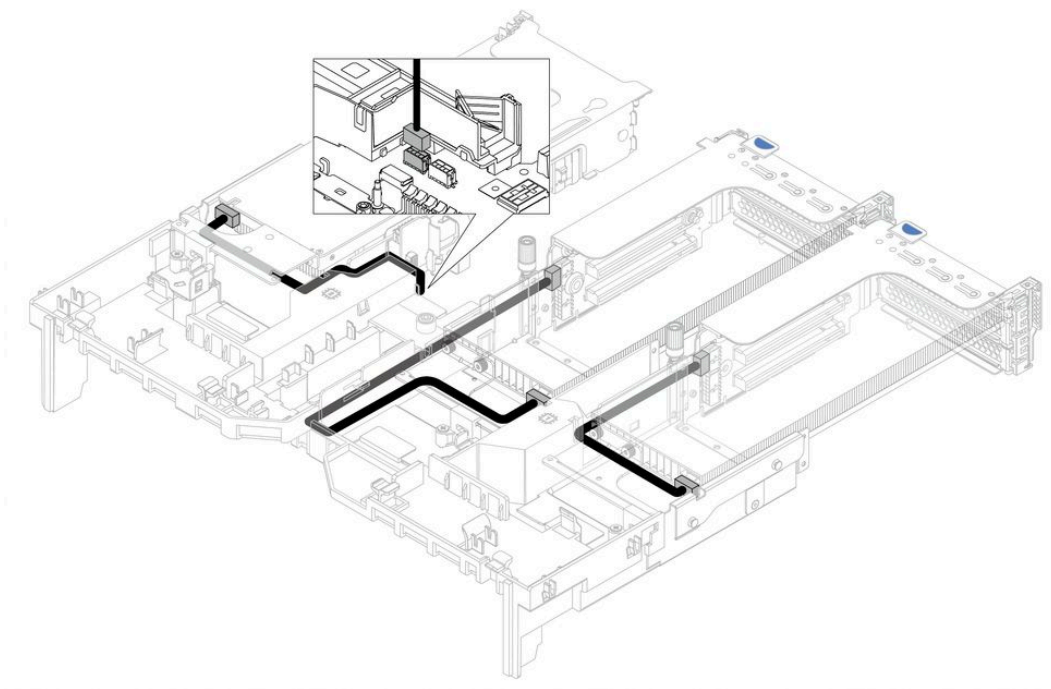
참고: GPU 어댑터 TDP가 75와트 이하인 경우에는 어댑터가 라이저 슬롯에서 직접 전원을 공급받을 수 있습니다. TDP가 75와트를 초과하는 GPU 어댑터에 전원을 공급하려면 추가 전원 케이블이 필요합니다.



**그림 14. GPU cable routing**

From	To
<b>1</b> Power connector on a GPU adapter (on riser 3 assembly)	Riser 3 GPU Pwr connector on the system board
<b>2</b> Power connector on a GPU adapter (on riser 1 or 2 assembly)	GPU Pwr connector on the riser card (on riser 1 or 2 assembly)

GPU 공기 조절 장치에 M.2 백플레인을 설치해야 하는 경우 M.2 백플레인 홀더 아래의 라이저 2에서 GPU 전원 케이블을 배선하십시오. 공기 조절 장치의 케이블 배선에 대해서는 아래 그림을 참조하십시오.



---

## 라이저 카드

이 섹션을 사용하여 라이저 카드에 대한 케이블 배선을 이해하십시오.

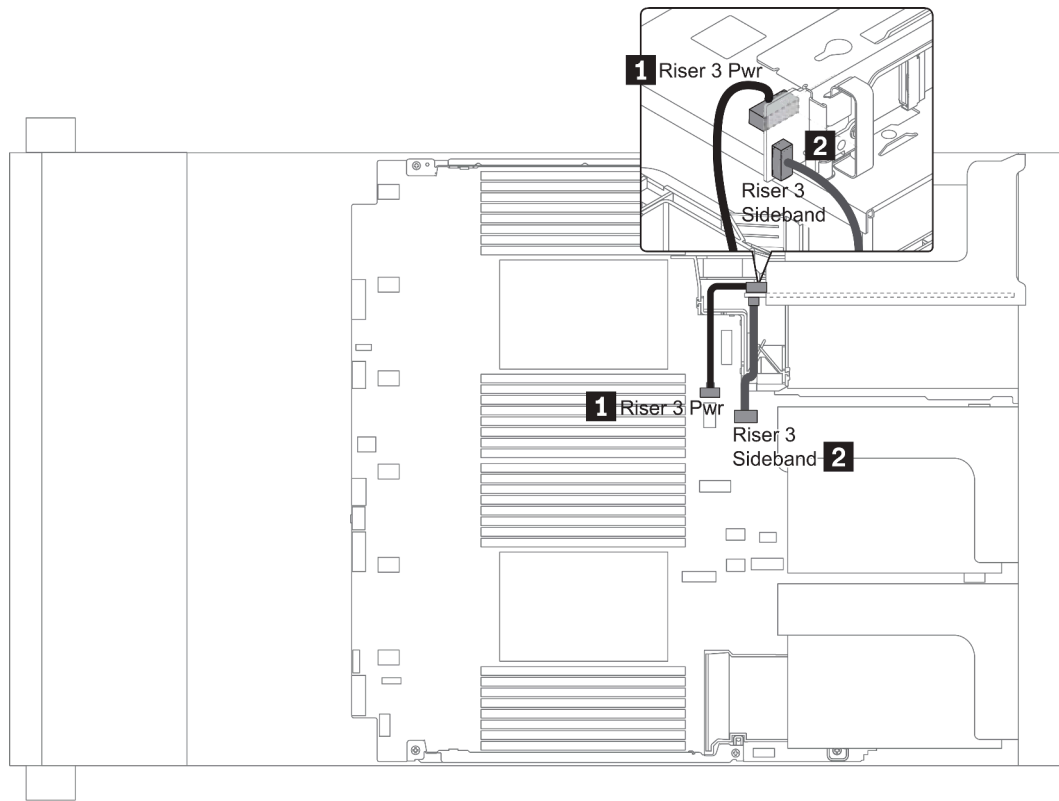
서버는 최대 3개의 라이저 카드(라이저 카드 1, 라이저 카드 2 및 라이저 카드 3)를 지원합니다. 그 중에서 라이저 카드 3에만 케이블 연결이 필요합니다.

- ["라이저 카드 3 전원 및 사이드밴드 연결" 76페이지](#)
- ["라이저 카드 3\(x8/x8 또는 x16/x16 PCIe\) 케이블 연결" 78페이지](#)

라이저 카드 유형은 서버 모델에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 "[뒷면 보기](#)" 54페이지의 내용을 참조하십시오.

### 라이저 카드 3 전원 및 사이드밴드 연결

참고: x8/x8 PCIe 라이저 카드 3과 x16/x16 PCIe 라이저 카드 3의 전원 및 사이드밴드 연결은 동일합니다.



**그림 15. 라이저 카드 3 전원 및 사이드밴드 연결**

From	To
<b>1</b> Power connector on the riser card	Riser 3 power connector on the system board
<b>2</b> Sideband connector on the riser card	Riser 3 sideband on the system board

## 라이저 카드 3(x8/x8 또는 x16/x16 PCIe) 케이블 연결

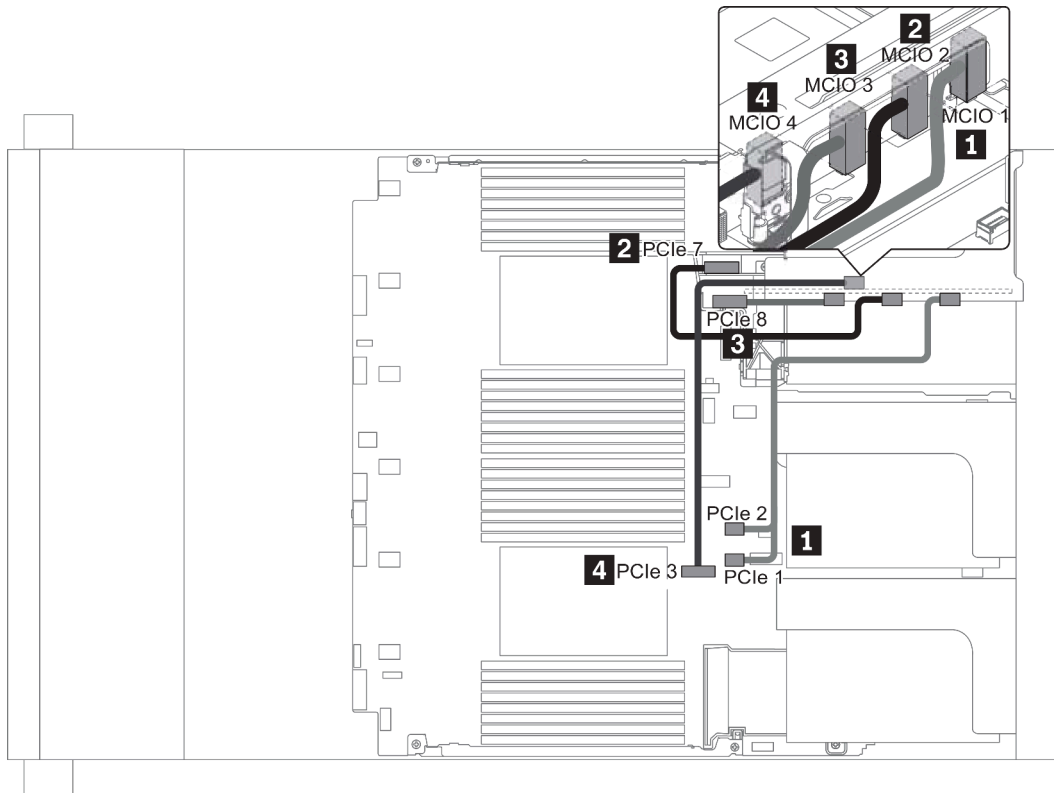


그림 16. 라이저 카드 3(x8/x8 또는 x16/x16 PCIe)의 케이블 배선

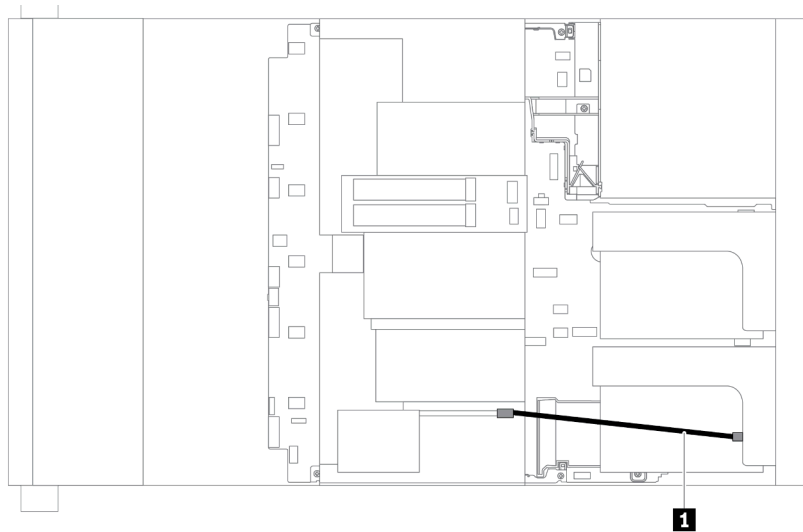
From	To
<b>1</b> MCIO 1 on the riser card	PCIe connector 1-2 on the system board
<b>2</b> MCIO 2 on the riser card	PCIe connectors 7 on the system board
<b>3</b> MCIO 3 on the riser card	PCIe connector 8 on the system board
<b>4</b> MCIO 4 on the riser card	PCIe connector 3 on the system board

참고: **3** 및 **4**는 x16/x16 PCIe 라이저 카드 3에만 해당됩니다.

## RAID 슈퍼 커패시터 모듈

이 섹션을 사용하면 RAID 슈퍼 커패시터 모듈용 케이블 배선을 이해할 수 있습니다.

RAID 슈퍼 커패시터 모듈은 공기 조절 장치(시나리오 1), 중간 드라이브 케이지(시나리오 2) 또는 앞면 쉼시(시나리오 3)에 설치할 수 있습니다. 다음은 시나리오 1의 케이블 연결을 설명합니다. 기타 시나리오의 케이블 연결과 유사합니다.



참고: 각 RAID 슈퍼 커패시터 모듈을 연결할 수 있도록 확장 케이블이 제공됩니다. 그림과 같이 슈퍼 커패시터 케이블을 해당 RAID 어댑터의 슈퍼 커패시터 커넥터에 연결하십시오.

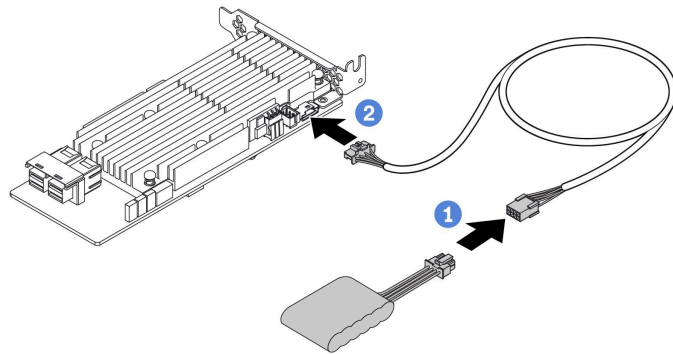


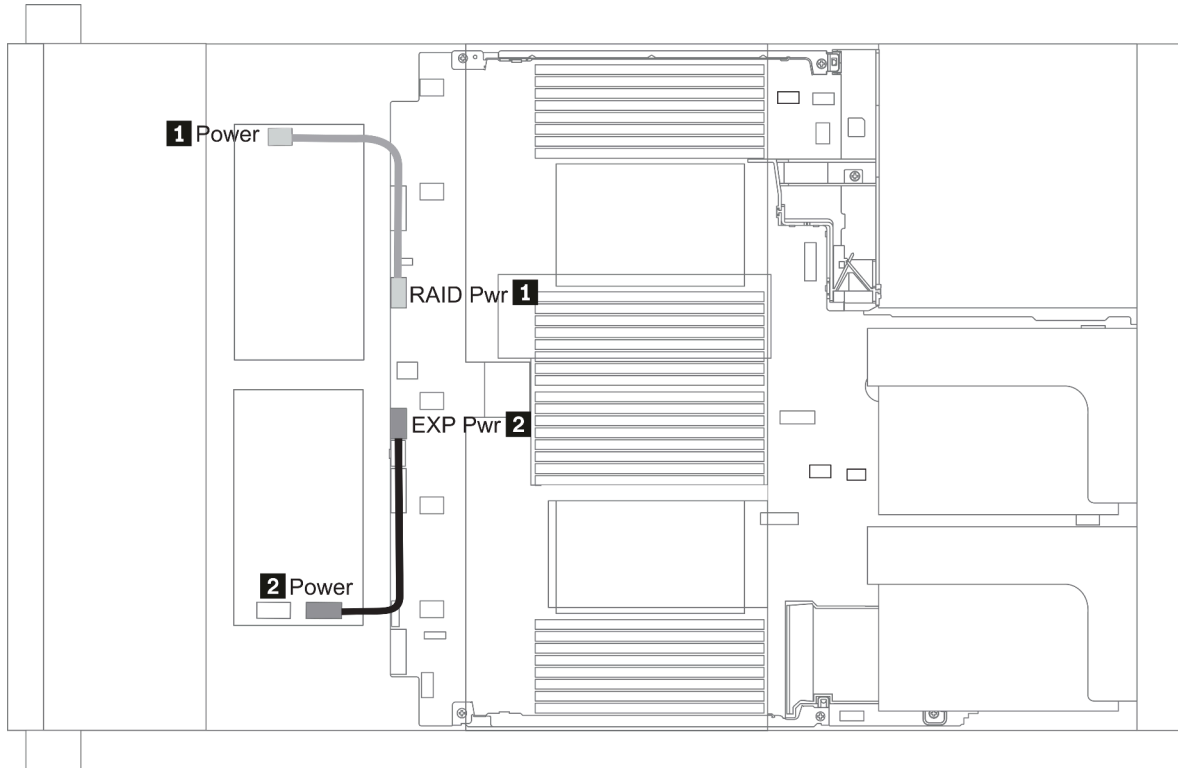
그림 17. RAID 슈퍼 커패시터 모듈과 RAID 어댑터의 연결

From	To
RAID super capacitor module	Supercap connector on the RAID adapter

## 내부 CFF RAID/HBA/확장기 어댑터(전원)

이 섹션을 사용하여 내부 CFF RAID/HBA/확장기 어댑터에 대한 전원 케이블 배선을 이해하십시오.

참고: 이 그림에는 전원 케이블 배선만 포함되어 있습니다. 신호 케이블 배선에 대해서는 "[2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인\(신호\)](#)" 89페이지의 내용을 참조하십시오.

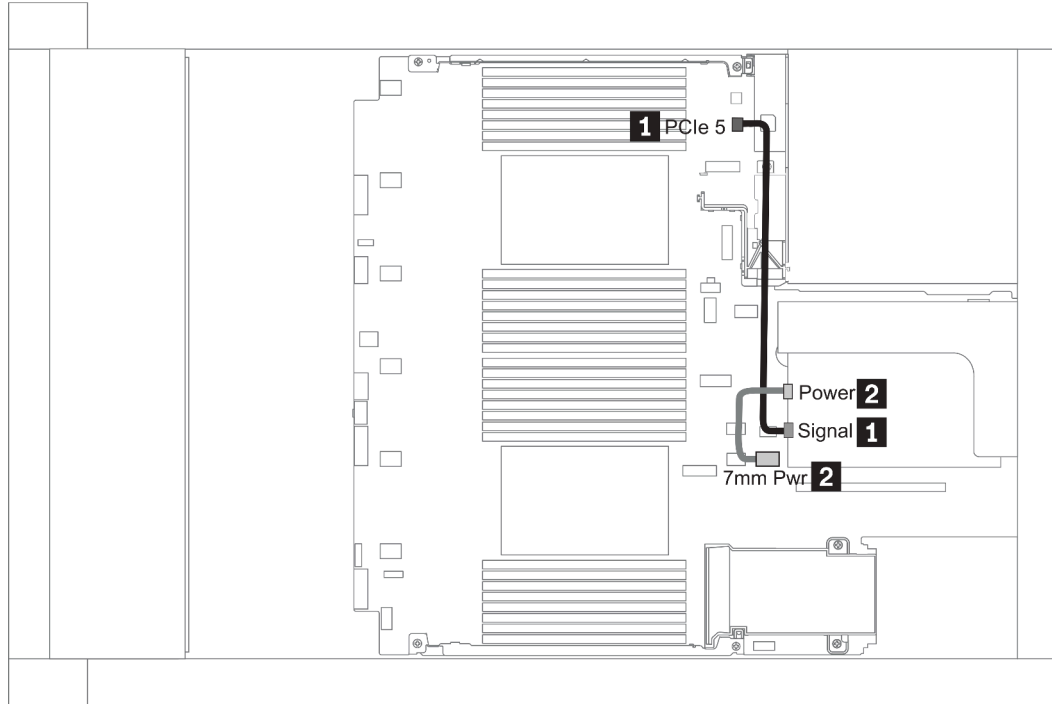


From	To
<b>1</b> Power connector on the CFF RAID/HBA adapter	RAID Pwr connector on the system board
<b>1</b> Power connector on the CFF RAID Expander adapter	EXP Pwr connector on the system board

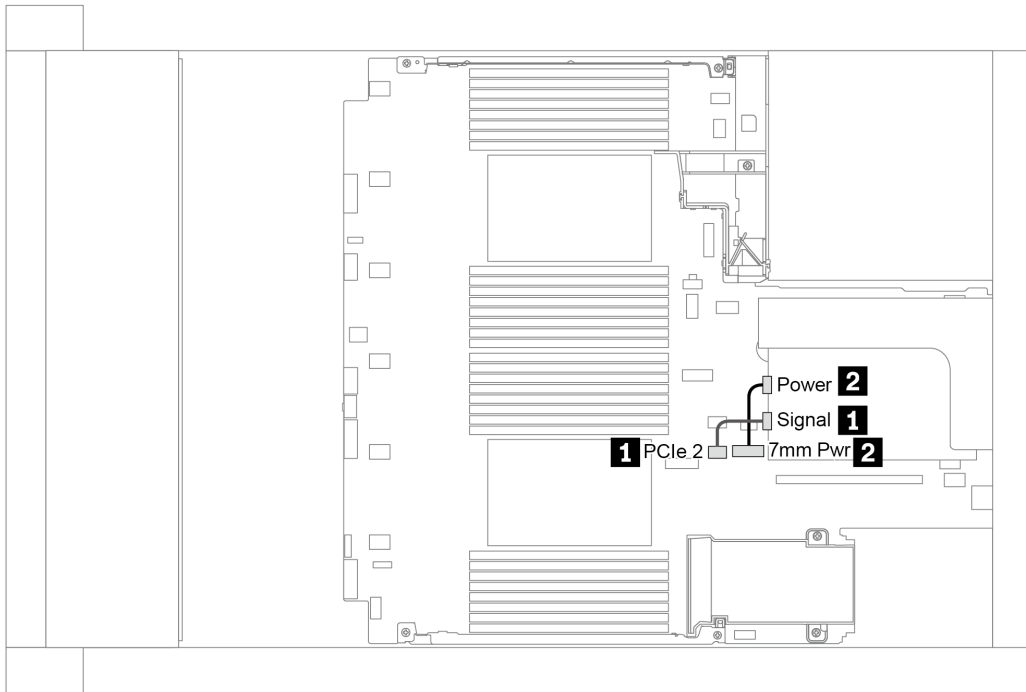


## 7mm 드라이브

이 섹션에서는 7mm 드라이브의 케이블 배선 정보를 제공합니다.



**그림 18. 7mm cable routing when two processors installed**



**그림 19. 7mm cable routing when one processor installed**

From (7 mm drives in slot 6/ slot 3)	To
<b>1</b> 7mm signal cable	<ul style="list-style-type: none"> <li>When two processors installed: PCIe connector 5 on the system board</li> <li>When one processor installed: PCIe connector 2 on the system board</li> </ul>
<b>2</b> Power cable	7mm power connector on the system board

## M.2 드라이브

이 섹션에서는 M.2 드라이브의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

M.2 드라이브는 표준 공기 조절 장치(시나리오 1), GPU 공기 조절 장치(시나리오 2), 2.5인치 중간 드라이브 케이스(시나리오 3) 또는 3.5인치 중간 드라이브 케이스(시나리오 4)에 설치할 수 있습니다. 다음은 시나리오 1의 케이블 연결을 설명합니다. 다른 시나리오의 케이블 연결은 같습니다.

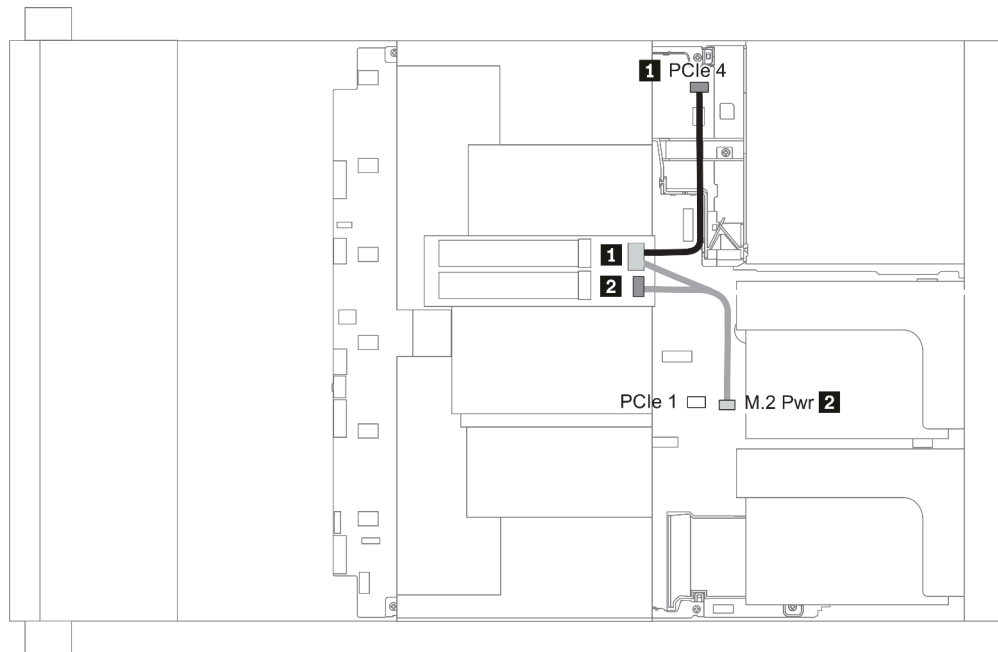


그림 20. M.2 cable routing

From	To
<b>1</b> M.2 signal cable	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCIe connector 4 on the system board (two processors installed)</li><li>• PCIe connector 1 on the system board (one processor installed)</li></ul>
<b>2</b> Power cable	M.2 power connector on the system board

## 2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인(전원)

이 섹션에서는 백플레인 전원 연결에 대한 정보를 제공합니다.

- ["Front BP" 84페이지](#)
- ["Mid BP" 86페이지](#)
- ["Rear BP" 88페이지](#)

### Front BP

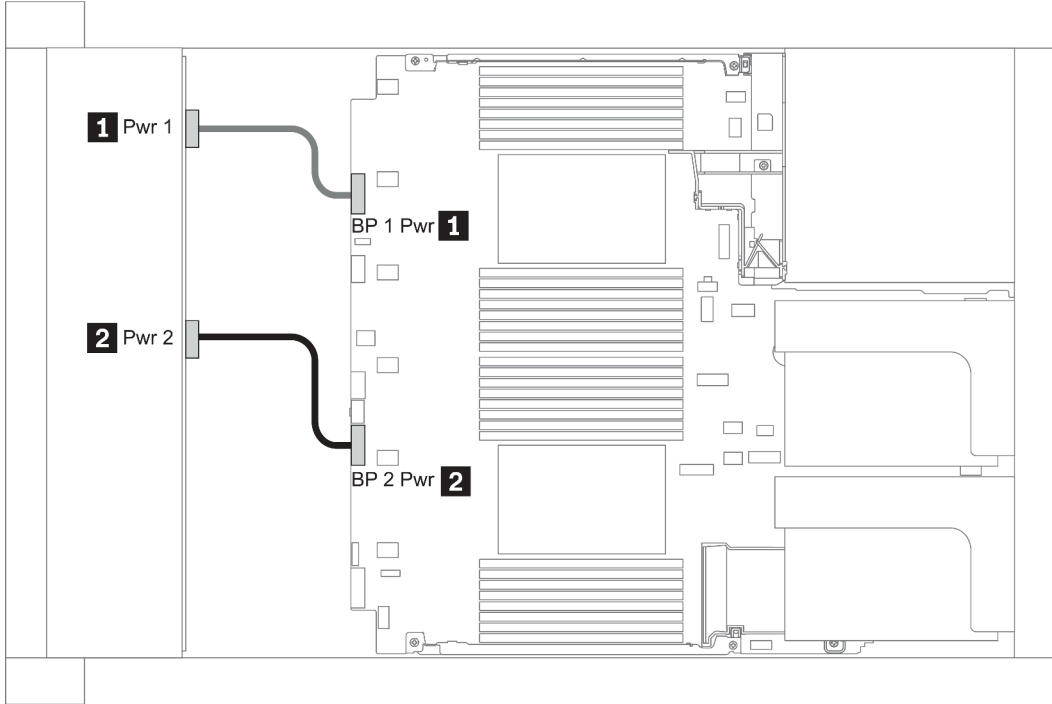
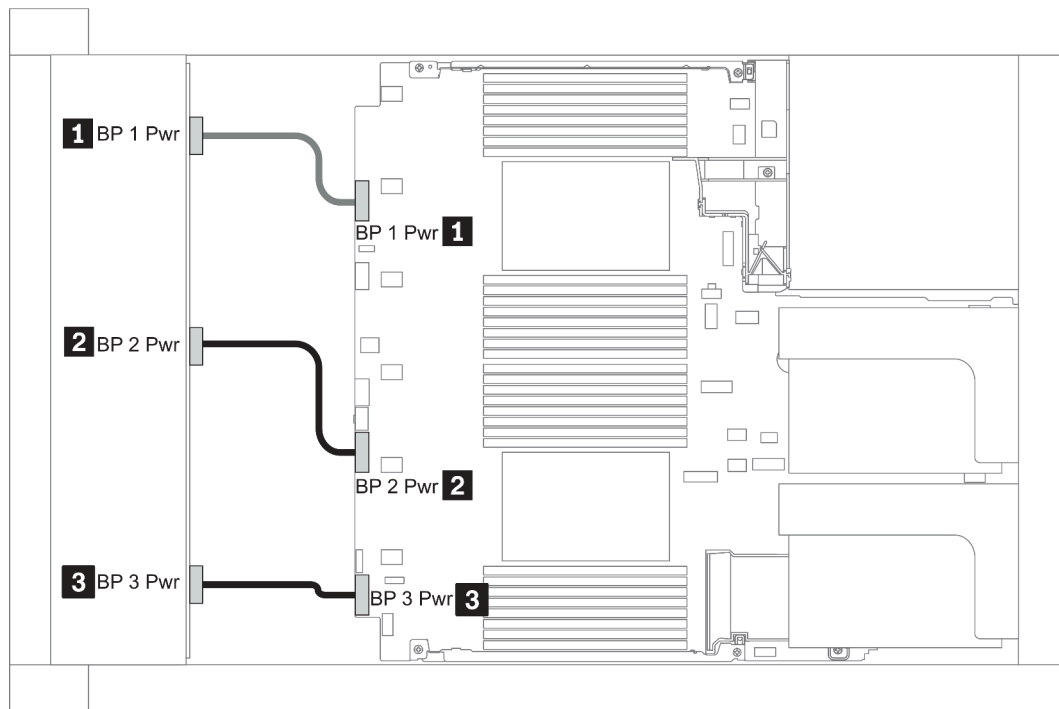


그림 21. 3.5"

From	To
<b>1</b> Power 1 connector on backplane	Front backplane 1 power connector on the system board
<b>2</b> Power 2 connector on backplane	Front backplane 2 power connector on the system board



**그림 22. 2.5"**

From	To
<b>1</b> Power connector on backplane 1	Front backplane 1 power connector on the system board
<b>2</b> Power connector on backplane 2	Front backplane 2 power connector on the system board
<b>3</b> Power connector on backplane 3	Front backplane 3 power connector on the system board

## Mid BP

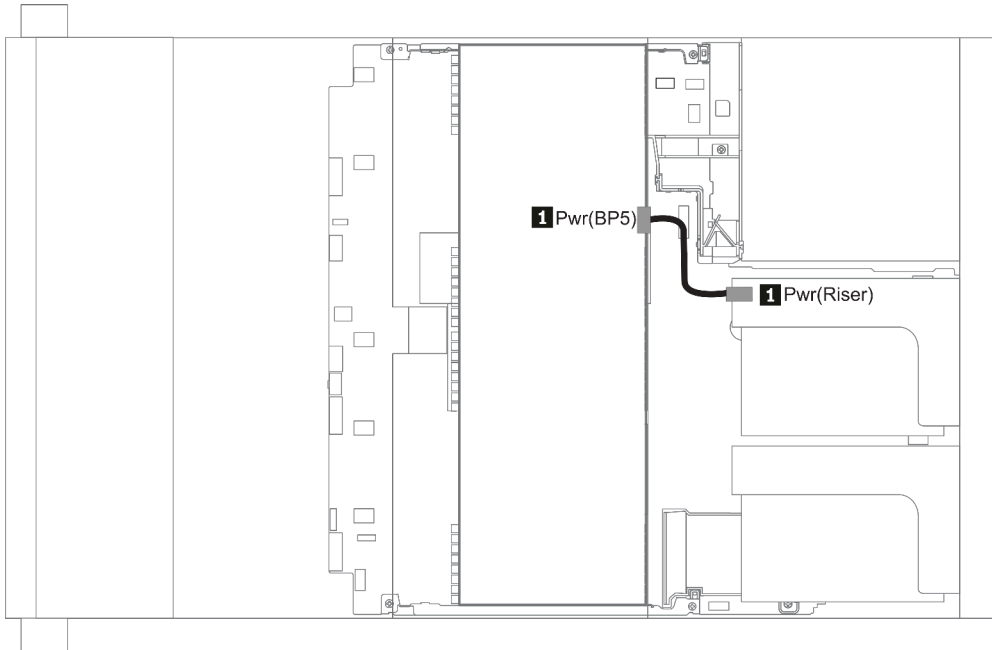
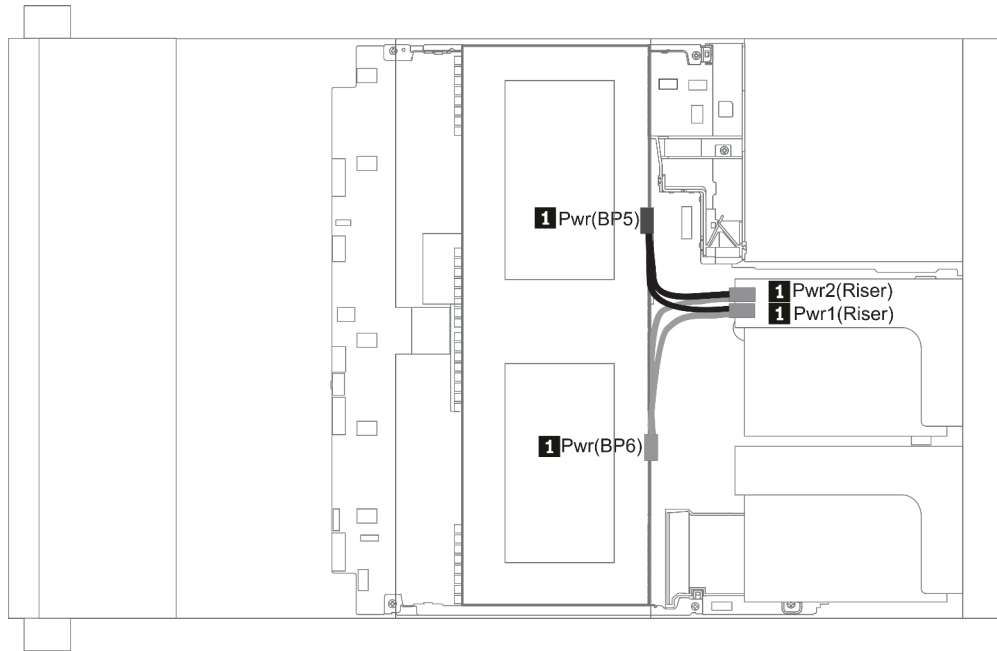


그림 23. 3.5''

From	To
<b>1</b> Power connector on backplane 5	Power connector on riser 1 or 2 assembly



**그림 24. 2.5"**

From	To
<b>1</b> Power connector on backplane 5 and backplane 6	Power connector 1 and power connector 2 on riser 1 or 2 assembly

## Rear BP

참고: 이 그림은 4 x 2.5인치 뒷면 드라이브 백플레인의 케이블 배선을 보여주며, 다른 뒷면 드라이브 백플레인의 배선도 유사합니다.

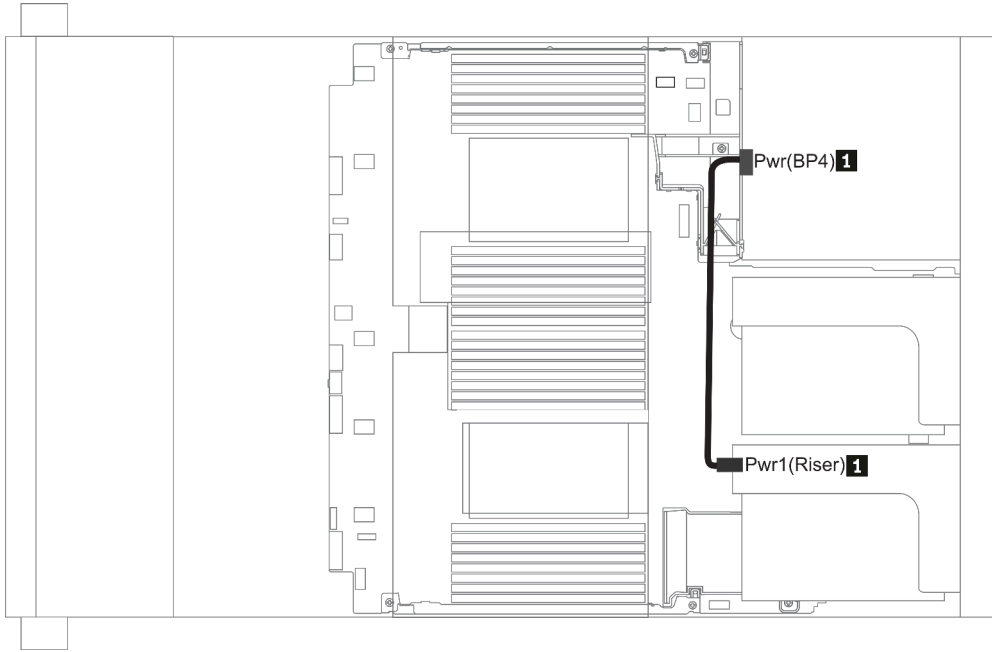


그림 25. 2.5"/3.5"

From	To
<b>1</b> Power connector on backplane 4	Power connector on riser 1or 2 assembly



---

## 2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인(신호)

이 섹션을 사용하여 2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인의 신호 케이블 연결을 위한 케이블 배선을 이해 하십시오.

참고: 다음 섹션에 케이블 라우팅 그림은 PCIe Gen 4 어댑터만을 설명하고 라우팅은 Gen 3 어댑터 와 유사합니다.

### 3.5"

- ["8 x 3.5-inch front drive bays \(SAS/SATA\)" 129페이지](#)
- ["12 x 3.5-inch front drive bays \(SAS/SATA\)" 130페이지](#)
- ["12 x 3.5-inch front drive bays \(AnyBay\)" 135페이지](#)

### 2.5"

- ["8 x 2.5-inch front drive bays \(SAS/SATA\)" 90페이지](#)
- ["8 x 2.5-inch front drive bays \(AnyBay\)" 92페이지](#)
- ["8 x 2.5-inch front drive bays \(NVMe\)" 94페이지](#)
- ["16 x 2.5-inch front drive bays \(SAS/SATA\)" 95페이지](#)
- ["16 x 2.5-inch front drive bays \(NVMe\)" 97페이지](#)
- ["16 x 2.5-inch front drive bays \(AnyBay\)" 98페이지](#)
- ["16 x 2.5-inch front drive bays \(8SAS+8AnyBay\)" 99페이지](#)
- ["16 x 2.5-inch front drive bays \(8SAS/SATA+8NVMe\)" 102페이지](#)
- ["16 x 2.5-inch front drive bays \(8AnyBay+8NVMe\)" 104페이지](#)
- ["24 x 2.5-inch front drive bays \(8SAS/SATA+16NVMe\)" 106페이지](#)
- ["24 x 2.5-inch front drive bays \(16SAS/SATA+8AnyBay\)" 108페이지](#)
- ["24 x 2.5-inch front drive bays \(16SAS/SATA+8NVMe\)" 115페이지](#)
- ["24 x 2.5-inch front drive bays \(SAS/SATA\)" 118페이지](#)
- ["24 x 2.5-inch front drive bays \(NVMe\)" 125페이지](#)
- ["8 x 3.5-inch front drive bays \(SAS/SATA\)" 129페이지](#)
- ["12 x 3.5-inch front drive bays \(SAS/SATA\)" 130페이지](#)
- ["12 x 3.5-inch front drive bays \(AnyBay\)" 135페이지](#)

## 8 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(SAS/SATA)

이 섹션에서는 8 x 2.5인치 SAS/SATA 앞면 드라이브 베이이 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

Configuration	Storage controller	
	Qty.	Type
Config. 1		
Config. 2	1	SFF 8i RAID/HBA
Config. 3	1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 4	1	CFF 8i/16i RAID/HBA

### Configuration 1 – 4:

BP1: 8 x 2.5" SAS/SATA BP

Co-n-fig.	Front BP	System board	Storage controller		
			SFF 8i RAID/HBA	SFF 16i RAID/HBA	CFF 8i/16i RAID/HBA
1	BP 1: SAS	PCIe 1, PCIe 2			
2	BP 1: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1		
3	BP 1: SAS			Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
4	SAS				C 0, C1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>When two processors installed: PCIe 6</li> <li>When one processor installed: PCIe 3</li> </ul>			MB

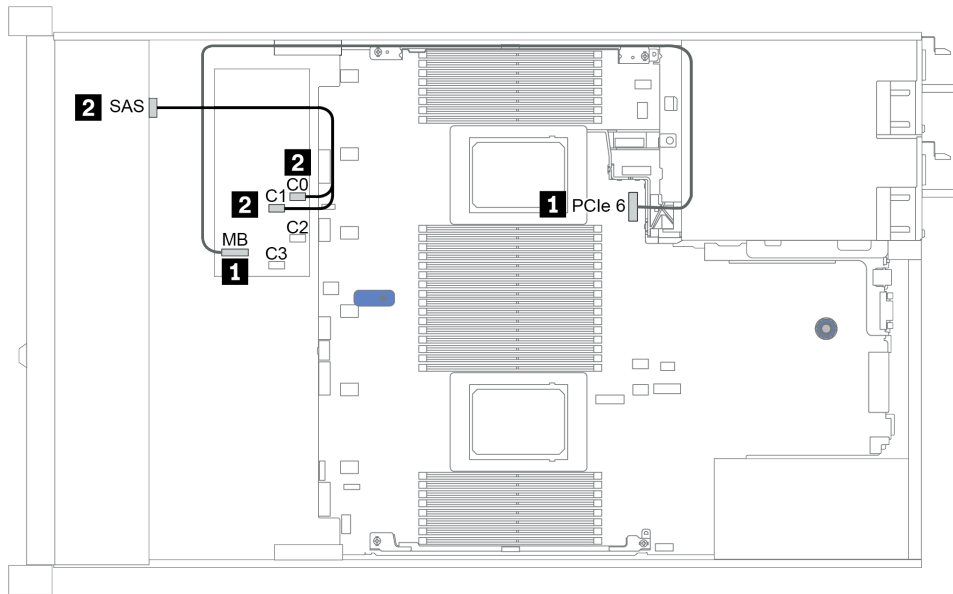


그림 26. Configuration 4

## 8 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(AnyBay)

이 섹션에서는 2.5인치 앞면 드라이브 베이 8개가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

Configuration	Storage controllers	
	Qty.	Type
Config. 1	1	SFF 8i RAID/HBA
Config. 2	1	SFF 8i RAID (Tri-Mode)
Config. 3	1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 4	1	SFF 16i RAID (Tri-Mode)
Config. 5	1	CFF 16i RAID/HBA
Config. 6	1	CFF 16i RAID (Tri-Mode)

### Configuration 1 – 6:

BP1: 8 x 2.5" AnyBay BP

Con-fig.	Front BP	System board	Storage controller			
			SFF 8i RAID/HBA	SFF 8i RAID (Tri-Mode)	SFF 16i RAID/HBA	SFF 16i RAID (Tri-Mode)
1	BP1:NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2				
	BP1: NVMe 2-3	PCIe 3				
	BP1: NVMe 4-5	PCIe 7				
	BP1: NVMe 6-7	PCIe 8				
	BP1: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1			
2	BP1: SAS			C 0		
3	BP1:NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2				
	BP1: NVMe 2-3	PCIe 3				
	BP1: NVMe 4-5	PCIe 7				
	BP1: NVMe 6-7	PCIe 8				
	BP1: SAS				Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
4	BP1: SAS					C 0

Con- fig.	Front BP	System board	Storage controller	
			CFF 16i RAID/HBA	CFF 16i RAID (Tri-Mode)
5	BP1:NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP1: NVMe 2-3	PCIe 3		
	BP1: NVMe 4-5	PCIe 7		
	BP1: NVMe 6-7	PCIe 8		
	BP1: SAS		C 0, C 1	
		PCIe 6	MB	
6	BP1: SAS			C 0, C 1
		PCIe 6		MB

예

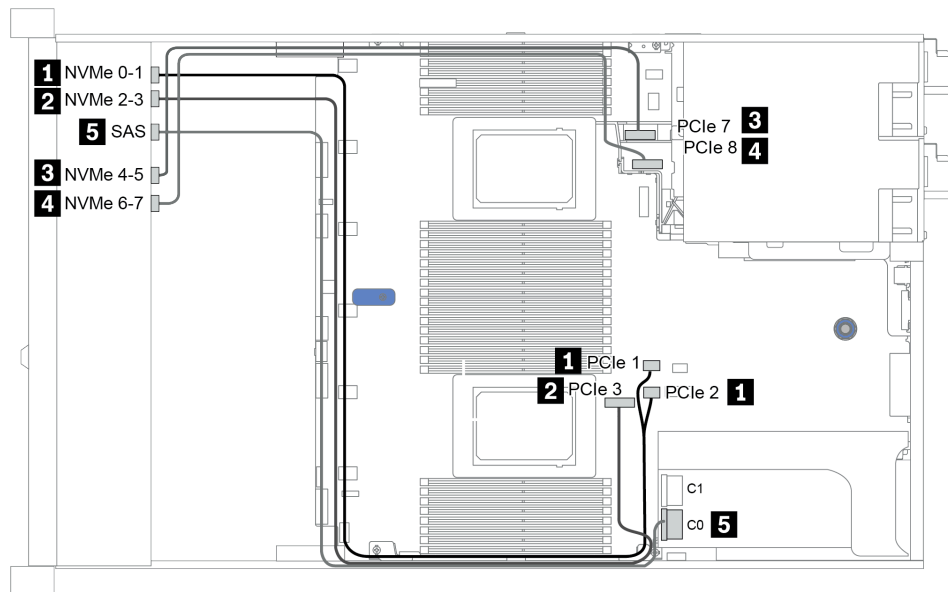


그림 27. Configuration 3

## 8 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(NVMe)

이 섹션에서는 2.5인치 앞면 드라이브 베이 8개가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

참고: AnyBay 백플레인(BP 1)은 퓨어 NVMe 백플레인으로 사용됩니다.

Configuration	Storage controller	
	Qty.	Type
Config. 1		
Config. 2	1	NVMe retimer

### Configuration 1 – 2:

BP1: 8 x 2.5" NVMe BP

Config.	Front BP	System board	Storage controller
			NVMe retimer
1	BP1:NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2	
	BP1: NVMe 2-3	PCIe 3	
	BP1: NVMe 4-5	PCIe 7	
	BP1: NVMe 6-7	PCIe 8	
2	BP1:NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2	
	BP1: NVMe 2-3	PCIe 3	
	BP 1: NVMe 4-5, NVMe 6-7		C0, C1

예

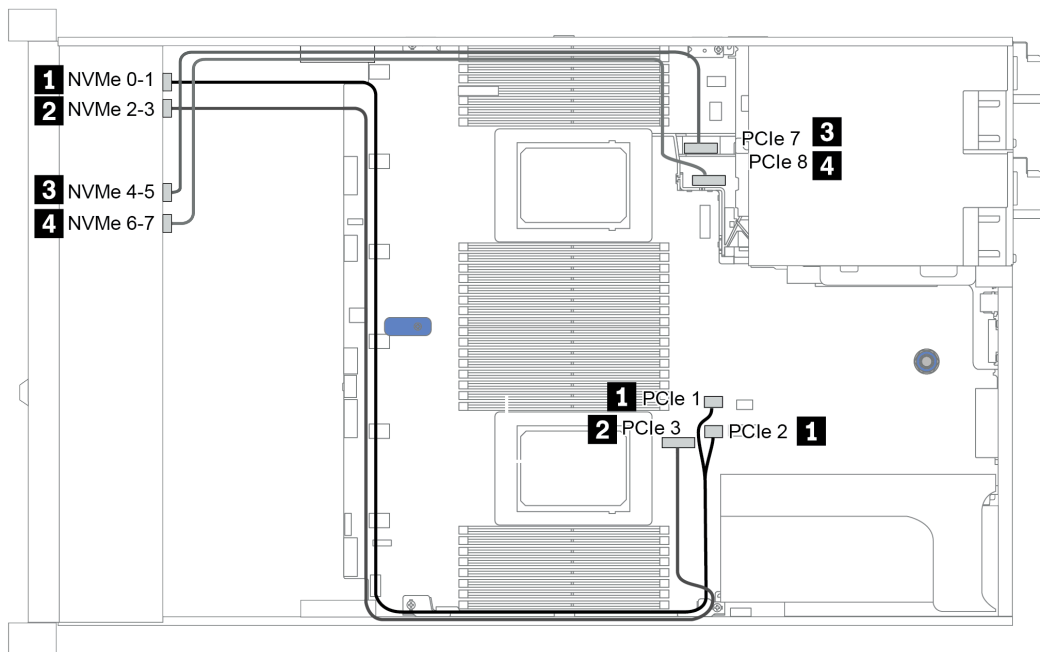


그림 28. Configuration 2

## 16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(SAS/SATA)

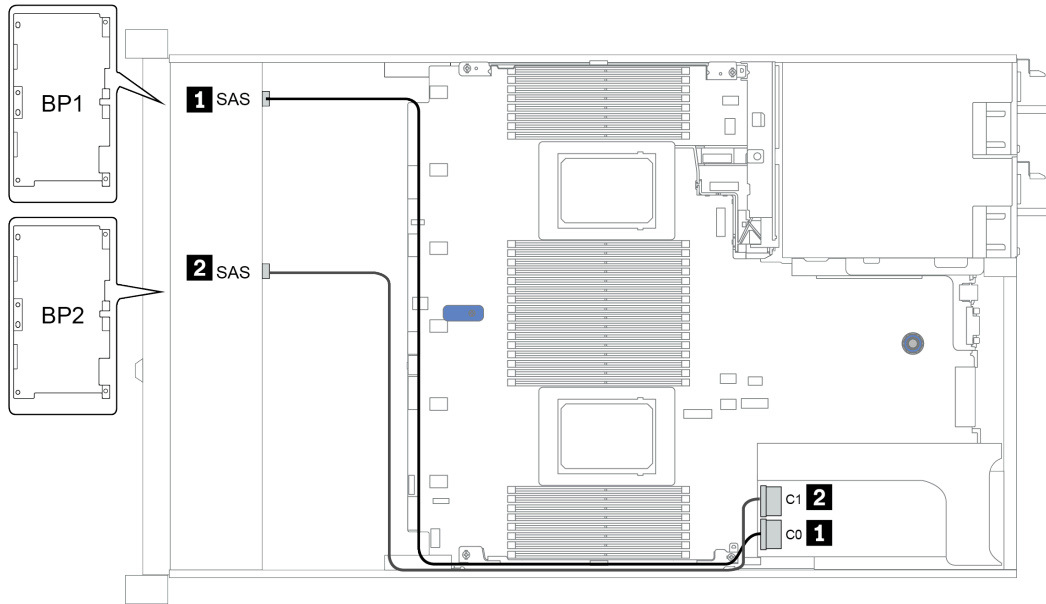
이 섹션에서는 16 x 2.5인치 SAS/SATA 앞면 드라이브 베이가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

Configuration	Storage controller	
	Qty.	Type
Config. 1		
Config. 2	2	SFF 8i RAID/HBA
Config. 3	1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 4	1	CFF 16i RAID/HBA

### Configuration 1 – 4:

BP 1 + BP 2: 16 x 2.5" SAS/SATA

Con-fig.	Front BP	System board	Storage controller		
			SFF 8i RAID/HBA	SFF 16i RAID/HBA	CFF 16i RAID/HBA
1	BP 1: SAS	PCIe 1, PCIe 2			
	BP 2: SAS	PCIe 4, PCIe 5			
2	BP 1: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1		
	BP 2: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1		
3	BP 1: SAS,			Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
	BP 2: SAS			Gen 4: C 1 Gen3: C 2, C 3	
4	BP 1: SAS				C 0, C1
	BP 2: SAS				C 2, C3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>When two processors installed: PCIe 6</li> <li>When one processor installed: PCIe 3</li> </ul>			MB



**그림 29. Configuration 3**



## 16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(NVMe)

이 섹션에서는 16 x 2.5인치 NVMe 앞면 드라이브 베이이 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

참고: AnyBay 백플레인 2개는 퓨어 NVMe 백플레인 2개로 사용됩니다.

Configuration	Storage controller	
	Qty.	Type
Config. 1	1	NVMe switch
Config. 2	1	NVMe retimer

### Configuration 1 – 2:

BP 1 + BP 2: 2 x 8 x 2.5" NVMe

Config.	Front BP	System board	Storage controller
			NVMe switch/retimer
1/2	BP 1: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2	
	BP 1: NVMe 2-3	PCIe 3	
	BP 1: NVMe 4-5, NVMe 6-7		C 0, C1
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 4, PCIe 5	
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 6	
	BP 2: NVMe 4-5	PCIe 7	
	BP 2: NVMe 6-7	PCIe 8	

예

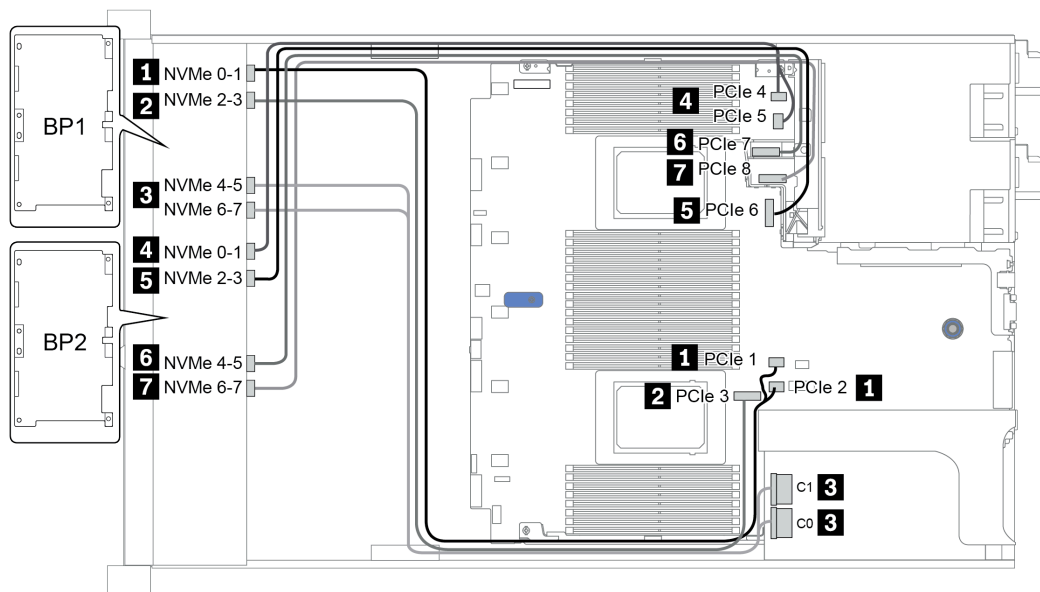


그림 30. Configuration 1

## 16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(AnyBay)

이 섹션에서는 16 x 2.5인치 AnyBay 앞면 드라이브 베이이 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

Configuration	Storage controller	
	Qty.	Type
Config. 1	2	SFF 8i RAID (Tri-Mode)
Config. 2	1	SFF 16i RAID (Tri-Mode)
Config. 3	1	CFF 16i RAID (Tri-Mode)

### Configuration 1 – 3:

BP 1 + BP 2: 2 x 8 x 2.5" AnyBay

Config.	Front BP	System board	Storage controller		
			SFF 8i RAID (Tri-Mode)	SFF 16i RAID (Tri-Mode)	CFF 16i RAID (Tri-Mode)
1	BP 1: SAS		C 0		
	BP 2: SAS		C 0		
2	BP 1: SAS			C 0	
	BP 2: SAS			C 1	
3	BP 1: SAS				C 0
	BP 2: SAS				C 1
		PCIe 6			MB

예

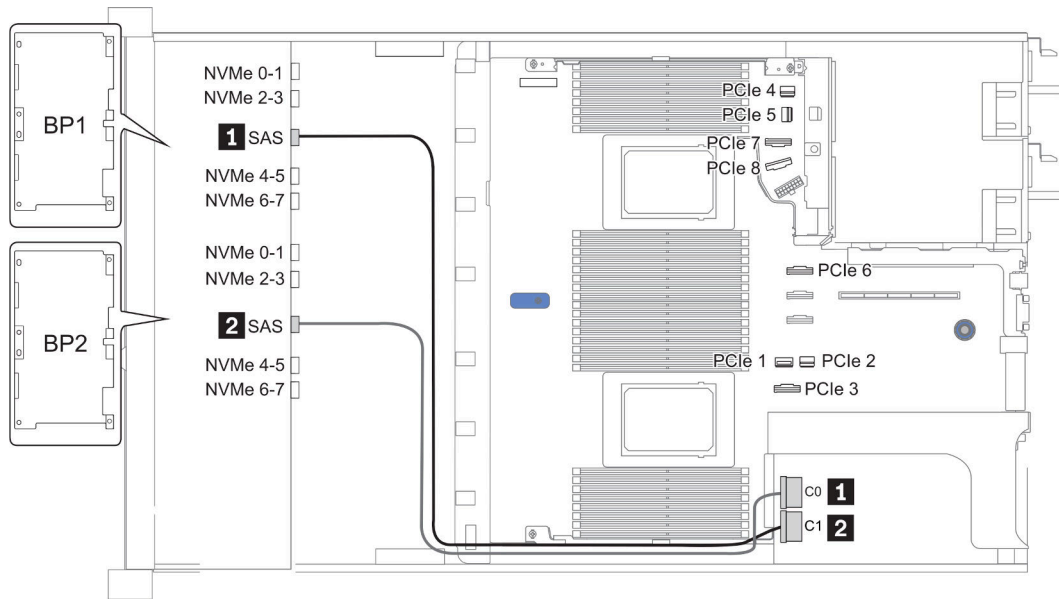


그림 31. Configuration 2

## 16 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(8 SAS + 8 AnyBay)

이 섹션에서는 16 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(8 SAS + 8 AnyBay)가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

Configuration	Storage controller	
	Qty.	Type
Config. 1	2	SFF 8i RAID/HBA
Config. 2	1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 3	1	CFF 16i RAID/HBA
Config. 4	1	SFF 32i RAID

### Configuration 1 – 4:

BP 1 + BP 2: 8 x 2.5" SAS/SATA BP + 8 x 2.5" AnyBay BP

- SFF 8i RAID/HBA
- SFF 16i RAID/HBA

Config.	Front BP	System board	Storage controller	
			SFF 8i RAID/HBA	SFF 16i RAID/HBA

1	BP 1: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
	BP 2: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 3		
	BP 2: NVMe 4-5	PCIe 7		
	BP 2: NVMe 6-7	PCIe 8		
2	BP 1: SAS			Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1
	BP 2: SAS			Gen 4: C 1 Gen3: C 2, C 3
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 3		
	BP 2: NVMe 4-5	PCIe 7		
	BP 2: NVMe 6-7	PCIe 8		

BP 1 + BP 2: 8 x 2.5" SAS/SATA BP + 8 x 2.5" AnyBay BP

- CFF 16i RAID/HBA
- SFF 32i RAID/HBA

Con- fig.	Front BP	System board	Storage controller	
			CFF 16i RAID/HBA	SFF 32i RAID/HBA
3	BP 1: SAS		C 0, C 1	
	BP 2: SAS		C 2, C 3	
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 3		
	BP 2: NVMe 4-5	PCIe 7		
	BP 2: NVMe 6-7	PCIe 8		
4	BP 1: SAS			C 0
	BP 2: SAS			C 1
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 3		
	BP 2: NVMe 4-5	PCIe 7		
	BP 2: NVMe 6-7	PCIe 8		

예

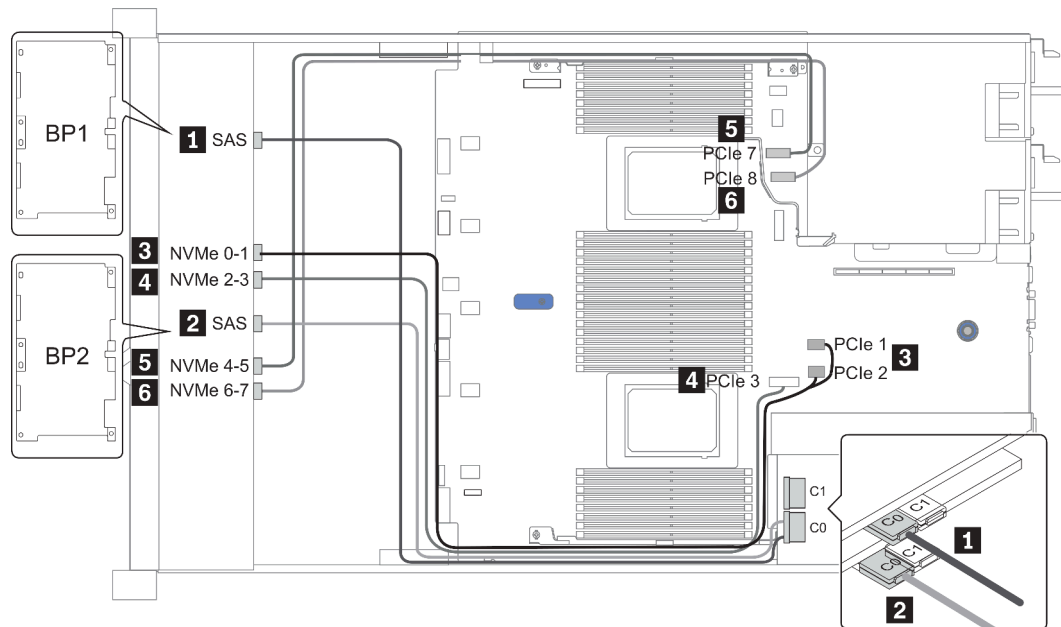


그림 32. Configuration 1

## 16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(8 SAS/SATA + 8NVMe)

이 섹션에서는 16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(8SAS/SATA+8NVMe)가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

참고: AnyBay 백플레인(BP2)은 순정 NVMe 백플레인으로 사용됩니다.

Configuration	Storage controller	
	Qty.	Type
Config. 1		
Config. 2	2	SFF 8i RAID/HBA
Config. 3	1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 4	1	CFF 16i RAID/HBA

### Configuration 1 – 4:

BP 1 + BP 2: 8 x 2.5" SAS/SATA BP + 8 x 2.5" NVMe BP

Co-n-fig.	Front BP	System board	Storage controller		
			SFF 8i RAID/HBA	SFF 16i RAID/HBA	CFF 16i RAID/HBA
1	BP 1: SAS	PCIe 4, PCIe 5			
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2			
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 3			
	BP 2: NVMe 4-5	PCIe 7			
	BP 2: NVMe 6-7	PCIe 8			
2	BP 1: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1		
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2			
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 3			
	BP 2: NVMe 4-5	PCIe 7			
	BP 2: NVMe 6-7	PCIe 8			
3	BP 1: SAS			Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2			
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 3			
	BP 2: NVMe 4-5	PCIe 7			
	BP 2: NVMe 6-7	PCIe 8			

4	BP 1: SAS				C 0, C 1
		PCIe 6			MB
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2			
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 3			
	BP 2: NVMe 4-5	PCIe 7			
	BP 2: NVMe 6-7	PCIe 8			

예

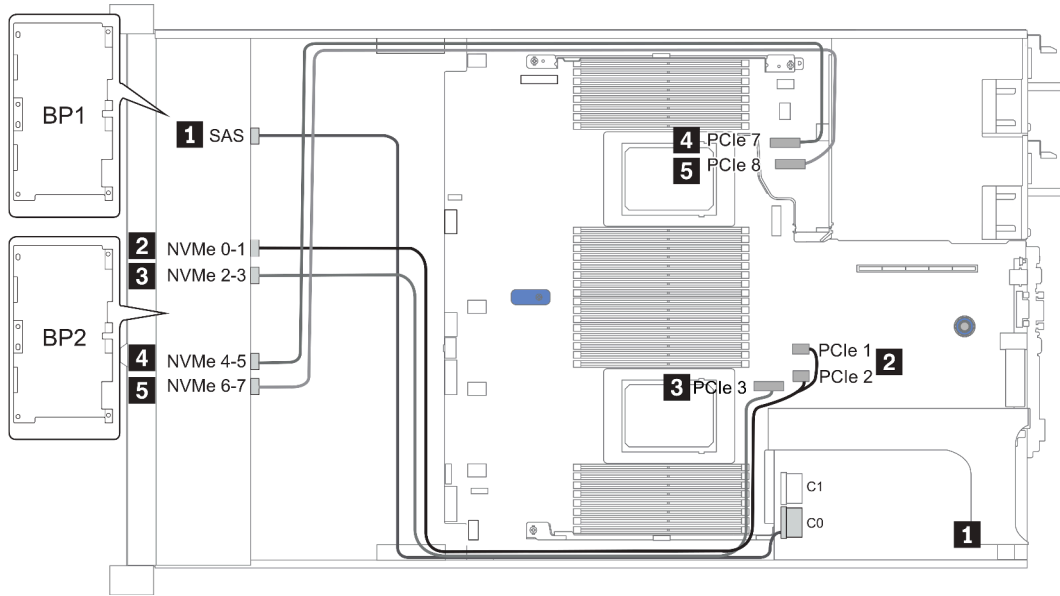


그림 33. Configuration 3

## 16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(8 AnyBay + 8 NVMe)

이 섹션에서는 16 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(8 AnyBay + 8 NVMe)가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

참고: AnyBay 백플레인(BP2)은 순정 NVMe 백플레인으로 사용됩니다.

Configuration	Storage controller	
	Qty.	Type
Config. 1	2	NVMe switch +SFF 8i RAID/HBA
Config. 3	2	NVMe switch +SFF 16i RAID/HBA

### Configuration 1 – 2:

BP 1 + BP 2: 8 x 2.5" AnyBay BP + 8 x 2.5" NVMe BP

Con- fig.	Front BP	System board	Storage controller		
			NVMe switch	SFF 8i RAID/HBA	SFF 16i RAID/HBA
1	BP 1: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2			
	BP 1: NVMe 2-3	PCIe 3			
	BP 1: NVMe 4-5, NVMe 6-7		C 0, C 1		
	BP 1: SAS			Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 4, PCIe 5			
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 6			
	BP 2: NVMe 4-5	PCIe 7			
	BP 2: NVMe 6-7	PCIe 8			
2	BP 1: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2			
	BP 1: NVMe 2-3	PCIe 3			
	BP 1: NVMe 4-5, NVMe 6-7		C 0, C 1		
	BP 1: SAS				Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 4, PCIe 5			
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 6			
	BP 2: NVMe 4-5	PCIe 7			
	BP 2: NVMe 6-7	PCIe 8			



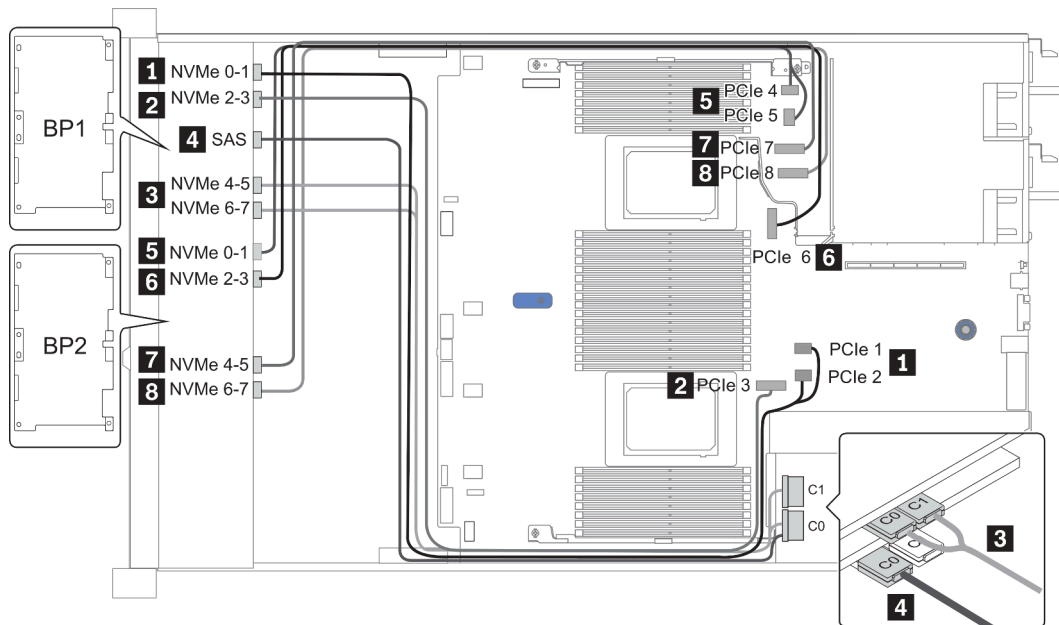


그림 34. Configuration 2

## 24 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(8 SAS/SATA + 16 NVMe)

이 섹션에서는 24 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(8SAS/SATA+16NVMe)가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

참고: AnyBay 백플레인(BP2 및 BP3)은 순정 NVMe 백플레인으로 사용됩니다.

Configuration	Storage controller	
	Qty.	Type
Config. 1	2	NVMe switch +SFF 8i RAID/HBA
Config. 2	2	NVMe retimer +SFF 8i RAID/HBA
Config. 3	2	NVMe switch +SFF 16i RAID/HBA
Config. 4	2	NVMe retimer +SFF 16i RAID/HBA

### Configuration 1 – 4:

BP 1 + BP 2 + BP 3: 8 x 2.5" SAS/SATA backplane + 2 x 8 x 2.5" NVMe BP

Co- nf- ig.	Front BP	System board	Storage controller		
			NVMe switch/ retimer	SFF 8i RAID/HBA	SFF 16i RAID/HBA
1/2	BP 1: SAS			Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2			
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 3			
	BP 2: NVMe 4-5, NVMe 6-7		C 0, C 1		
	BP3: NVMe 0-1	PCIe 4, PCIe 5			
	BP3: NVMe 2-3	PCIe 6			
	BP3: NVMe 4-5	PCIe 7			
	BP3: NVMe 6-7	PCIe 8			
3/4	BP 1: SAS				Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1
	BP 2: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2			
	BP 2: NVMe 2-3	PCIe 3			
	BP 2: NVMe 4-5, NVMe 6-7		C 0, C 1		
	BP3: NVMe 0-1	PCIe 4, PCIe 5			
	BP3: NVMe 2-3	PCIe 6			
	BP3: NVMe 4-5	PCIe 7			

	BP3: NVMe 6-7	PCIe 8			
--	---------------	--------	--	--	--

예

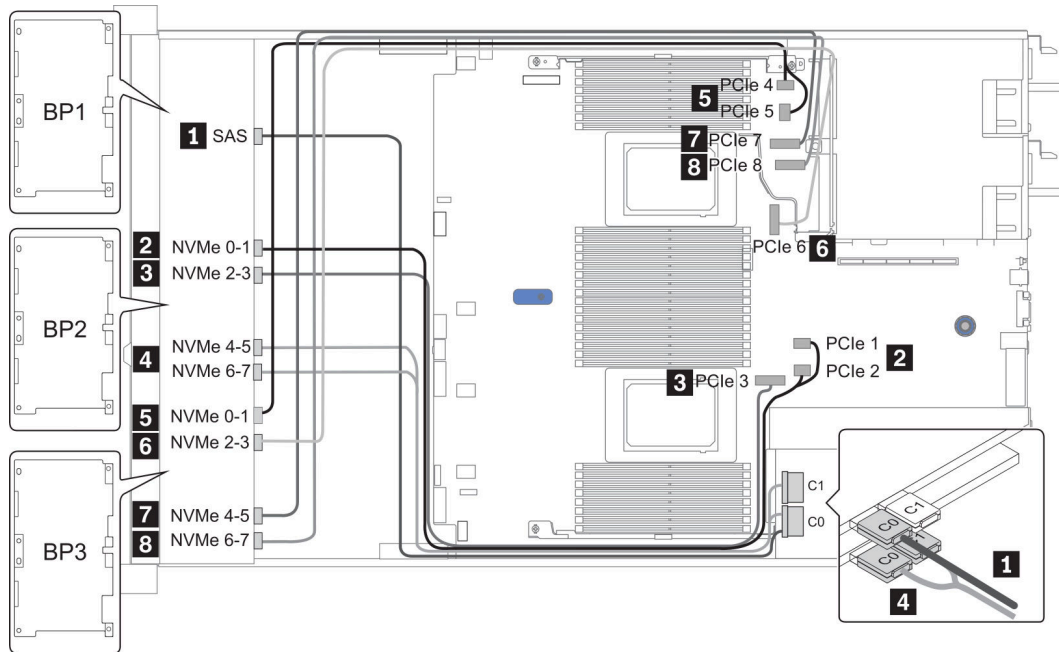


그림 35. Configuration 3

## 24 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(16 SAS/SATA + 8 AnyBay)

이 섹션에서는 24 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(16 SAS/SATA + 8 AnyBay)가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

Configuration	Rear BP		Storage controller	
	Qty.	Type	Qty.	Type
Config. 1			2	CFF 16i RAID/HBA + CFF 48P RAID Expander
Config. 2			2	SFF 8i RAID/HBA +CFF 48P RAID Expander
Config. 3			3	SFF 8i RAID/HBA
Config. 4			1	SFF 32i RAID
Config. 5	1	Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	2	CFF 16i RAID/HBA + CFF 48P RAID Expander
Config. 6	1	Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	2	SFF 8i RAID/HBA + CFF 48P RAID Expander
Config. 7	1	Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	3	SFF 8i RAID/HBA
Config. 8	1	Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	1	SFF 32i RAID

서버 구성에 따라 케이블 배선 정보는 다음 섹션 중 하나를 참조하십시오.

- [Configuration 1 – 4: BP 1 + BP 2 + BP 3](#)
- [Configuration 5 – 8: BP 1 + BP 2 + BP 3 + BP 4](#)

### Configuration 1 – 4:

BP 1 + BP 2 + BP 3: 8 x 2.5'' SAS/SATA BP + 8 x 2.5'' SAS/SATA BP + 8 x 2.5'' AnyBay BP

Co- n- fig.	Front BP	System board	Storage controller		
			CFF 48P RAID Expander	CFF 16i RAID/HBA	SFF 8i RAID/HBA
1	BP 1: SAS		C 0		
	BP 2: SAS		C 1		
	BP 3: SAS		C 2		
			RAID/HBA	C 0, C 1	
		PCIe 6		MB	
	BP 3: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2			
	BP 3: NVMe 2-3	PCIe 3			
	BP 3: NVMe 4-5	PCIe 7			
	BP3: NVMe 6-7	PCIe 8			
2	BP 1: SAS		C 0		
	BP 2: SAS		C 1		
	BP 3: SAS		C 2		
			RAID/HBA		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1
	BP 3: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2			
	BP 3: NVMe 2-3	PCIe 3			
	BP 3: NVMe 4-5	PCIe 7			
	BP3: NVMe 6-7	PCIe 8			

Config.	Front BP	System board	Storage controller	
			SFF 8i RAID/HBA	SFF 32i RAID
3	BP 1: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
	BP 2: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
	BP 3: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
	BP 3: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP 3: NVMe 2-3	PCIe 3		
	BP 3: NVMe 4-5	PCIe 7		
	BP3: NVMe 6-7	PCIe 8		
4	BP 1: SAS			C 0
	BP 2: SAS			C 1
	BP 3: SAS			C 2
	BP 3: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP 3: NVMe 2-3	PCIe 3		
	BP 3: NVMe 4-5	PCIe 7		
	BP3: NVMe 6-7	PCIe 8		

예

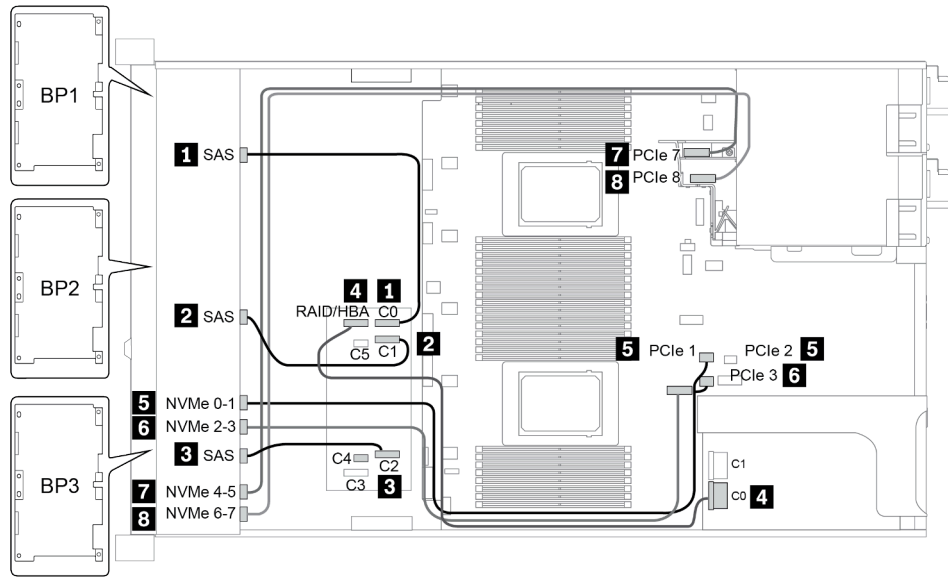


그림 36. Configuration 2

#### Configuration 5 – 8:

BP 1 + BP 2 + BP 3: 8 x 2.5" SAS/SATA BP + 8 x 2.5" SAS/SATA BP + 8 x 2.5" AnyBay BP

BP 4: 4 x 2.5" SAS/SATA BP

C- o- nf- ig.	Front BP	Rear BP	System board	Storage controller		
				CFF 48P RAID Expander	CFF 16i RAID/HBA	SFF 8i RAID/HBA
5	BP 1: SAS			C 0		
	BP 2: SAS			C 1		
	BP 3: SAS			C 2		
				RAID/HBA	C 0/C 2, C 1/C 3	
			PCIe 6		MB	
		BP 4: SAS		C 3		
	BP 3: NVMe 0-1		PCIe 1, PCIe 2			
	BP 3: NVMe 2-3		PCIe 3			
	BP 3: NVMe 4-5		PCIe 7			
	BP3: NVMe 6-7		PCIe 8			

6	BP 1: SAS			C 0		
	BP 2: SAS			C 1		
	BP 3: SAS			C 2		
		BP 4: SAS		C 3		
				RAID/HBA		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1
	BP 3: NVMe 0-1		PCIe 1, PCIe 2			
	BP 3: NVMe 2-3		PCIe 3			
	BP 3: NVMe 4-5		PCIe 7			
	BP3: NVMe 6-7		PCIe 8			



C- o- nf- ig.	Front BP	Rear BP	System board	Storage controller	
				SFF 8i RAID/HBA	SFF 32i RAID
7	BP 1: SAS			Slot 2: Gen 4: C 0/C 1 Gen3: C 0	
	BP 2: SAS			Slot 3: Gen 4: C 0/C 1 Gen3: C 0	
	BP 3: SAS			Slot 4: Gen 4: C 0/C 2 Gen3: C 0/C 1	
		BP 4: SAS		Slot 5: C 0	
	BP 3: NVMe 0-1		PCIe 1, PCIe 2		
	BP 3: NVMe 2-3		PCIe 3		
	BP 3: NVMe 4-5		PCIe 7		
	BP3: NVMe 6-7		PCIe 8		
8	BP 1: SAS				C 0
	BP 2: SAS				C 1
	BP 3: SAS				C 2
		BP 4: SAS			C 3
	BP 3: NVMe 0-1		PCIe 1, PCIe 2		
	BP 3: NVMe 2-3		PCIe 3		
	BP 3: NVMe 4-5		PCIe 7		
	BP3: NVMe 6-7		PCIe 8		

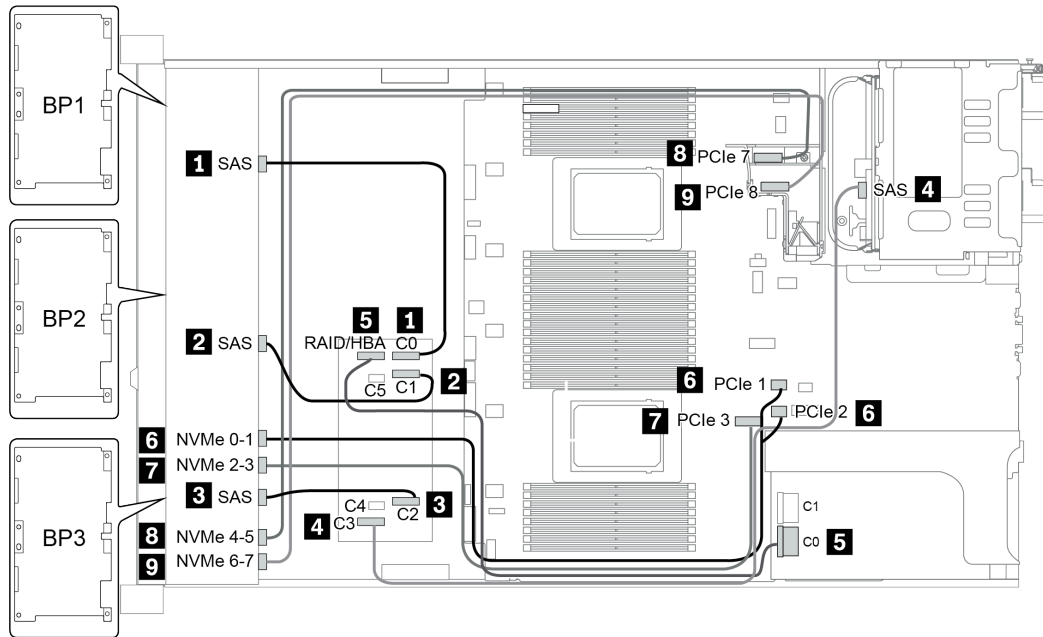


그림 37. Configuration 5

## 24 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(16 SAS/SATA + 8 NVMe)

이 섹션에서는 24 x 2.5인치 전면 드라이브 베이(16SAS/SATA+8NVMe)가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

참고: AnyBay 백플레인(BP3)은 퓨어 NVMe 백플레인으로 사용됩니다.

Configuration	Storage controller	
	Qty.	Type
Config. 1	2	SFF 8i RAID/HBA
Config. 2	1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 3	1	CFF 16i RAID/HBA
Config. 4	1	SFF 32i RAID

### Configuration 1 – 4:

BP 1 + BP 2 + BP 3: 8 x 2.5'' SAS/SATA BP + 8 x 2.5'' SAS/SATA BP + 8 x 2.5'' pure NVMe BP

- SFF 8i RAID/HBA
- SFF 16i RAID/HBA

Co- nf- ig.	Front BP	System board	Storage controller	
			SFF 8i RAID/HBA	SFF 16i RAID/HBA
1	BP 1: SAS		Gen 4: C 0 Gen 3: C 0, C 1	
	BP 2: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1	
	BP 3: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP 3: NVMe 2-3	PCIe 3		
	BP 3: NVMe 4-5	PCIe 7		
	BP3: NVMe 6-7	PCIe 8		
2	BP 1: SAS			Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1
	BP 2: SAS			Gen 4: C 1 Gen3: C 2, C 3
	BP 3: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP 3: NVMe 2-3	PCIe 3		
	BP 3: NVMe 4-5	PCIe 7		
	BP3: NVMe 6-7	PCIe 8		

- CFF 16i RAID/HBA
- SFF 32i RAID/HBA

C- o- nf- ig.	Front BP	System board	Storage controller	
			CFF 16i RAID/HBA	SFF 32i RAID/HBA
3	BP 1/BP 2: SAS		C 0/C 2, C 1/C 3	
		PCIe 6	MB	
	BP 3: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP 3: NVMe 2-3	PCIe 3		
	BP 3: NVMe 4-5	PCIe 7		
	BP3: NVMe 6-7	PCIe 8		
4	BP 1: SAS			C 0
	BP 2: SAS			C 1
	BP 3: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP 3: NVMe 2-3	PCIe 3		

	BP 3: NVMe 4-5	PCIe 7		
	BP3: NVMe 6-7	PCIe 8		

예

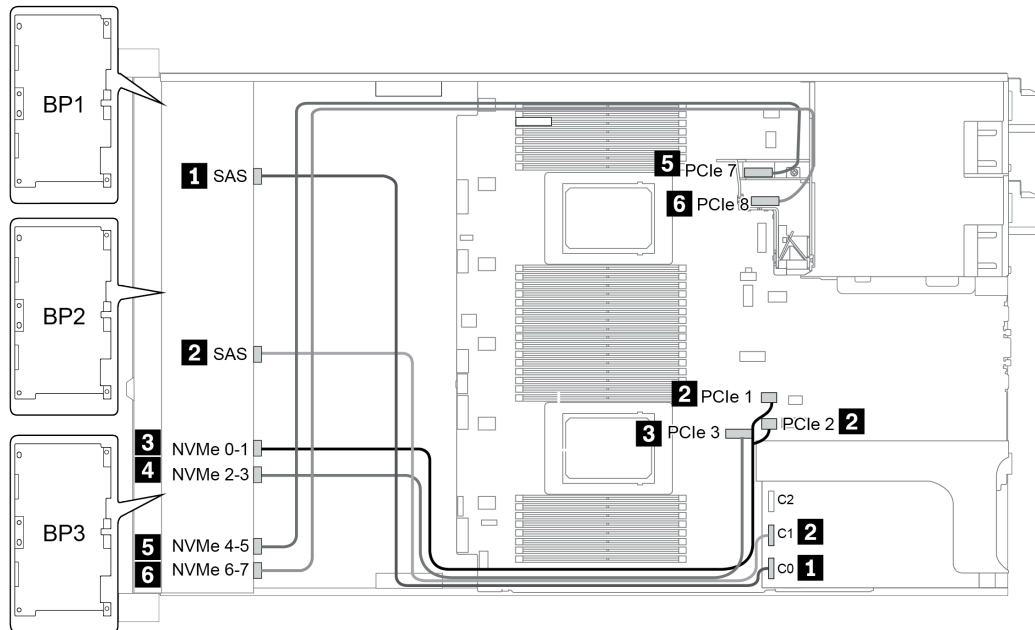


그림 38. Configuration 4

## 24 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(SAS/SATA)

이 섹션에서는 24 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(SAS/SATA)가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

Configuration	Mid or Rear BP		Storage controller	
	Qty.	Type	Qty.	Type
Config. 1			2	CFF 8i/16i RAID/HBA + CFF 48P RAID Expander
Config. 2			2	SFF 8i RAID/HBA + CFF 48P RAID Expander
Config. 3			3	SFF 8i RAID/HBA
Config. 4			1	SFF 32i RAID
Config. 5	1	Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	2	CFF 8i/16i RAID/HBA + CFF 48P RAID Expander
Config. 6	1	Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	2	SFF 8i RAID/HBA + CFF 48P RAID Expander
Config. 7	1	Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	4	SFF 8i RAID/HBA
Config. 8	1	Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	1	SFF 32i RAID
Config. 9	3	Mid: 4 x 2.5'' SAS/SATA Mid: 4 x 2.5'' SAS/SATA Rear: 8 x 2.5'' SAS/SATA	2	CFF 16i RAID/HBA + CFF 48P RAID Expander
Config. 10	3	Mid: 4 x 2.5'' SAS/SATA Mid: 4 x 2.5'' SAS/SATA Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	2	CFF 16i RAID/HBA + CFF 48P RAID Expander
Config. 11	3	Mid: 4 x 2.5'' SAS/SATA Mid: 4 x 2.5'' SAS/SATA Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	2	SFF 8i RAID/HBA + CFF 48P RAID Expander

서버 구성에 따라 케이블 배선 정보는 다음 섹션 중 하나를 참조하십시오.

- [Configuration 1 – 4: BP 1 + BP 2 + BP 3](#)
- [Configuration 5 – 8: BP 1 + BP 2 + BP 3 + BP4](#)
- [Configuration 9 – 11: BP 1 + BP 2 + BP 3 + BP4 + BP5](#)

### Configuration 1 – 4:

BP 1 + BP 2 + BP 3: 3 x 8 x 2.5-inch SAS/SATA BP

- CFF RAID expander + CFF 8i/16i RAID/HBA
- CFF RAID expander + SFF 8i RAID/HBA

Co-n-fig.	Front BP	System board	Storage controller			
			CFF 48P RAID Expander	CFF 8i/16i RAID-/HBA	SFF 8i RAID/HBA	SFF 32i RAID
1	BP 1: SAS		C 0			
	BP 2: SAS		C 1			
	BP 3: SAS		C 2			
			RAID/HBA	C 0, C 1		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• When two processors installed: PCIe 6</li> <li>• When one processor installed: PCIe 3</li> </ul>		MB		
2	BP 1: SAS		C 0			
	BP 2: SAS		C 1			
	BP 3: SAS		C 2			
			RAID/HBA		Gen 4: C 0 Gen 3: C 0/C 1	
3	BP 1: SAS				Gen 4: C 0 Gen 3: C 0/C 1	
	BP 2: SAS				Gen 4: C 0 Gen 3: C 0/C 1	
	BP 3: SAS				Gen 4: C 0/C 2 Gen 3: C 0/C 1	
4	BP 1: SAS					C 0
	BP 2: SAS					C 1
	BP 3: SAS					C 2

예

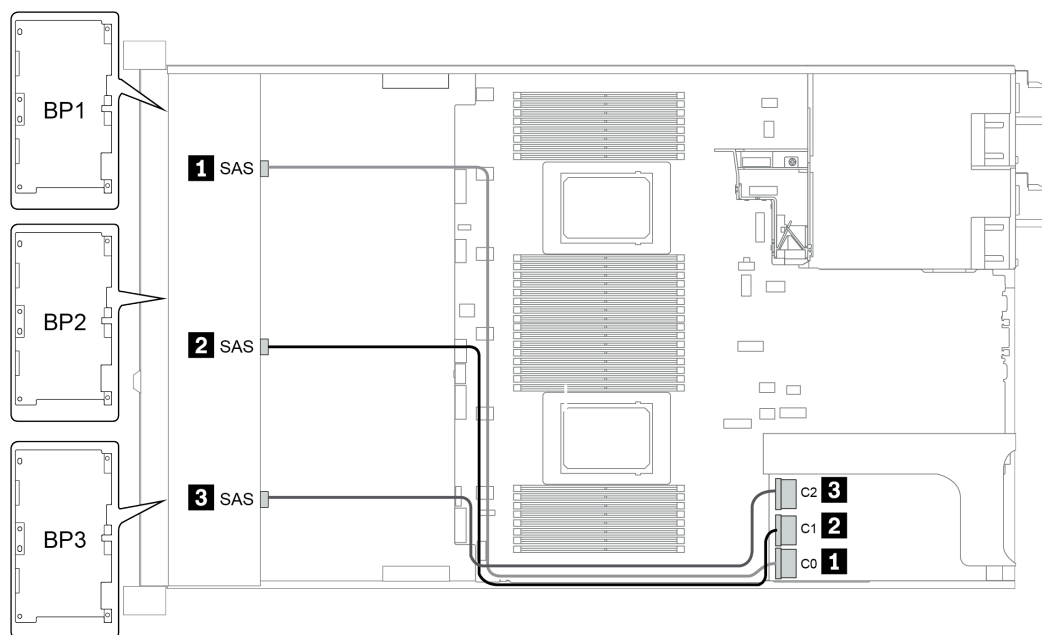


그림 39. Configuration 4



### 구성 5 – 8:

BP 1 + BP 2 + BP 3: 3 x 8 x 2.5-inch SAS/SATA BP

BP4: 4 x 2.5" SAS/SATA BP

C- o- nf- ig.	Front BP	Rear BP	System board	Storage controller		
				CFF 48P RAID Expander	CFF 8i/16i RAID/HBA	SFF 8i RAID/HBA
5	BP 1: SAS			C 0		
	BP 2: SAS			C 1		
	BP 3: SAS			C 2		
		BP 4: SAS		C 3		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>When two processors installed: PCIe 6</li> <li>When one processor installed: PCIe 3</li> </ul>		MB	
				RAID/HBA	C 0, C 1	
6	BP 1: SAS			C 0		
	BP 2: SAS			C 1		
	BP 3: SAS			C 2		
		BP 4: SAS		C 3		
				RAID/HBA		Gen 4: C 0 Gen 3: C 0/C 1

Configura- tion option	Front BP	Rear BP	Storage controller	
			SFF 8i RAID/HBA	SFF 32i RAID
7	BP 1: SAS		Slot 2: Gen 4: C 0 Gen 3: C 0/C 1	
	BP 2: SAS		Slot 3: Gen 4: C 0 Gen 3: C 0/C 1	
	BP 3: SAS		Slot 5: Gen 4: C 0/C 2 Gen 3: C 0/C 1	

		BP 4: SAS	Slot 6: Gen 4: C 0 Gen 3: C 0/C 1	
8	BP 1: SAS			C 0
	BP 2: SAS			C 1
	BP 3: SAS			C 2
		BP 4: SAS		C 3

예

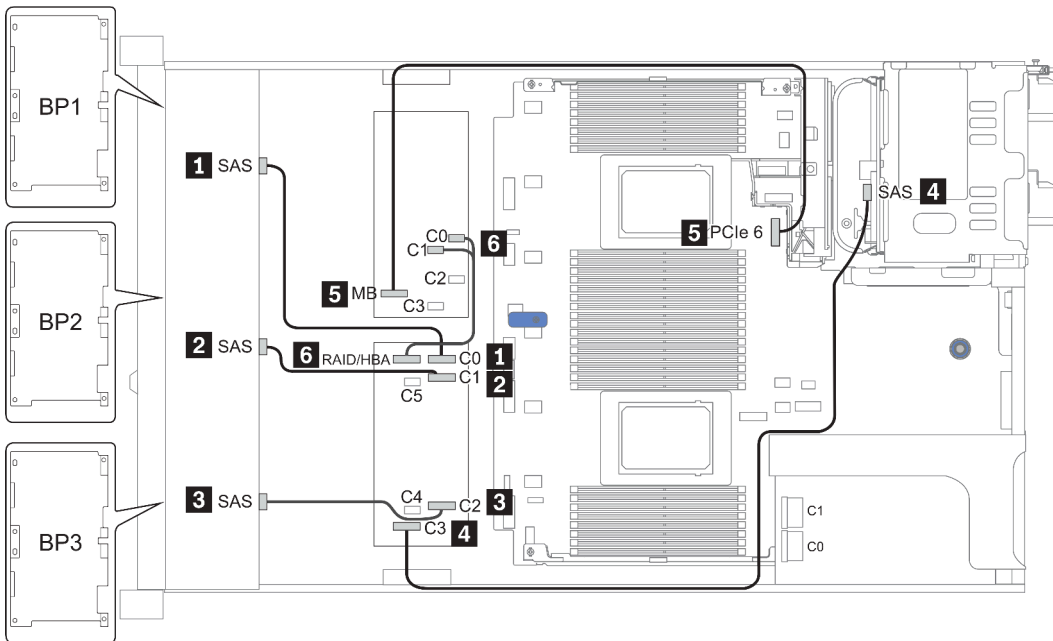


그림 40. Configuration 5

### Configuration 9 – 11:

BP 1 + BP 2 + BP 3: 3 x 8 x 2.5-inch SAS/SATA BP

BP 4: 8 x 2.5" SAS/SATA BP

BP 5 + BP 6: 2 x 4 x 2.5" SAS/SATA BP

Config.	Front BP	Mid/Rear BP	System board	Storage controller	
				CFF 48P RAID Expander	CFF 16i RAID/HBA
9	BP 1: SAS			C 0	
	BP 2: SAS			C 1	
	BP 3: SAS			C 2	
		BP 4: SAS 0			C 2
		BP 4: SAS 1			C 3
		BP5: SAS, SAS		C 3	
			PCIe 6		MB
				RAID/HBA	C 0, C 1

Con- fig.	Front BP	Mid/Rear BP	Sys- tem board	Storage controller		
				CFF 48P RAID Expander	CFF 16i RAID/HBA	SFF 8i RAID/HBA
10	BP 1: SAS			C 0		
	BP 2: SAS			C 1		
	BP 3: SAS			C 2		
		BP 4: SAS, BP 5: SAS		C 3		
		BP 6: SAS		C 4		
				RAID/HBA	C 0, C 1	
			PCIe 6		MB	
11	BP 1: SAS			C 0		
	BP 2: SAS			C 1		
	BP 3: SAS			C 2		
		BP 4: SAS, BP 5: SAS		C 3		
		BP 6: SAS		C 4		
				RAID/HBA		Gen 4: C 0 Gen 3: C 0/C 1

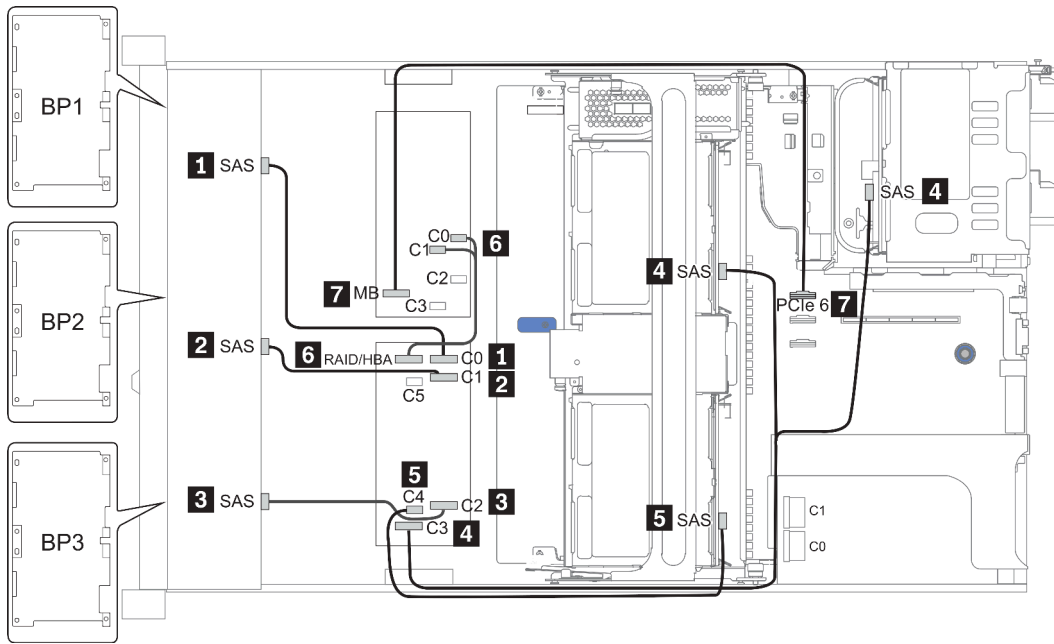


그림 41. Configuration 10

## 24 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(NVMe)

이 섹션에서는 24 x 2.5인치 앞면 드라이브 베이(NVMe)가 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

참고: AnyBay 백플레인은 퓨어 NVMe 백플레인으로 사용됩니다.

Configuration	Mid or Rear BP		Storage controller	
	Qty.	Type	Qty.	Type
Config. 1			3	NVMe switch
Config. 2			4	NVMe retimer
Config. 3	2	Mid: 4 x 2.5" NVMe	4	NVMe switch

서버 구성에 따라 케이블 배선 정보는 다음 섹션 중 하나를 참조하십시오.

- [Configuration 1 – 2: BP 1 + BP 2 + BP 3](#)
- [Configuration 3: BP 1 + BP 2 + BP 3 +BP 5 + BP 6](#)

## Configuration 1 – 2:

BP 1 + BP 2 + BP 3: 3 x 8 x 2.5-inch NVMe BP

Co-n-fig.	Front BP	System board	Storage controller	
			NVMe switch	NVMe retimer
1	BP1: NVMe 0-1		Slot 1 C 0, C 1, C3, C4	
	BP1: NVMe 2-3			
	BP1: NVMe 4-5			
	BP1: NVMe 6-7			
	BP2: NVMe 0-1		Slot 2 C 0, C 1, C3, C4	
	BP2: NVMe 2-3			
	BP2: NVMe 4-5			
	BP2: NVMe 6-7			
	BP3: NVMe 0-1		Slot 4 C 0, C 1, C3, C4	
	BP3: NVMe 2-3			
	BP3: NVMe 4-5			
	BP3: NVMe 6-7			
2	BP1: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2		
	BP1: NVMe 2-3	PCIe 3		
	BP1: NVMe 4-5, NVMe 6-7			Slot 1 C 0, C 1
	BP2: NVMe 0-1, NVMe 2-3			Slot 2 C 0, C 1
	BP2: NVMe 4-5, NVMe 6-7			Slot 5 C 0, C 1
	BP3: NVMe 0-1	PCIe 7		
	BP3: NVMe 2-3	PCIe 8		
	BP3: NVMe 4-5, NVMe 6-7			Slot 4 C 0, C 1

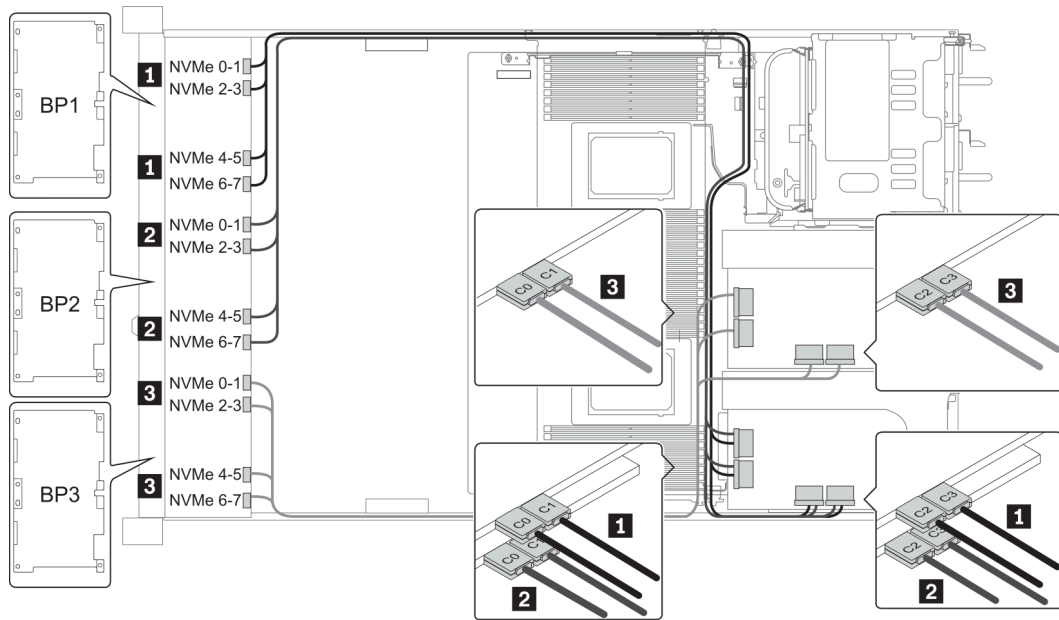


그림 42. Configuration 1

### Configuration 3:

BP 1 + BP 2 + BP 3: 3 x 8 x 2.5-inch NVMe BP

BP 5+BP 6: 2 x 4 x 2.5'' NVMe BP

C- on- fi- g.	Front BP	Mid BP	Storage controller
			NVMe switch
3	BP 1: NVMe 0-1, NVMe 2-3 NVMe 4-5, NVMe 6-7		Slot 1 C 0, C 1, C 2, C 3
	BP 2: NVMe 0-1, NVMe 2-3 NVMe 4-5, NVMe 6-7		Slot 2 C 0, C 1, C 2, C 3
	BP 3: NVMe 0-1, NVMe 2-3 NVMe 4-5, NVMe 6-7		Slot 4 C 0, C 1, C 2, C 3
		BP 5: NVMe 0-1, NVMe 2-3 BP 6: NVMe 0-1, NVMe 2-3	Slot 5 C 0, C 1, C 2, C 3

예

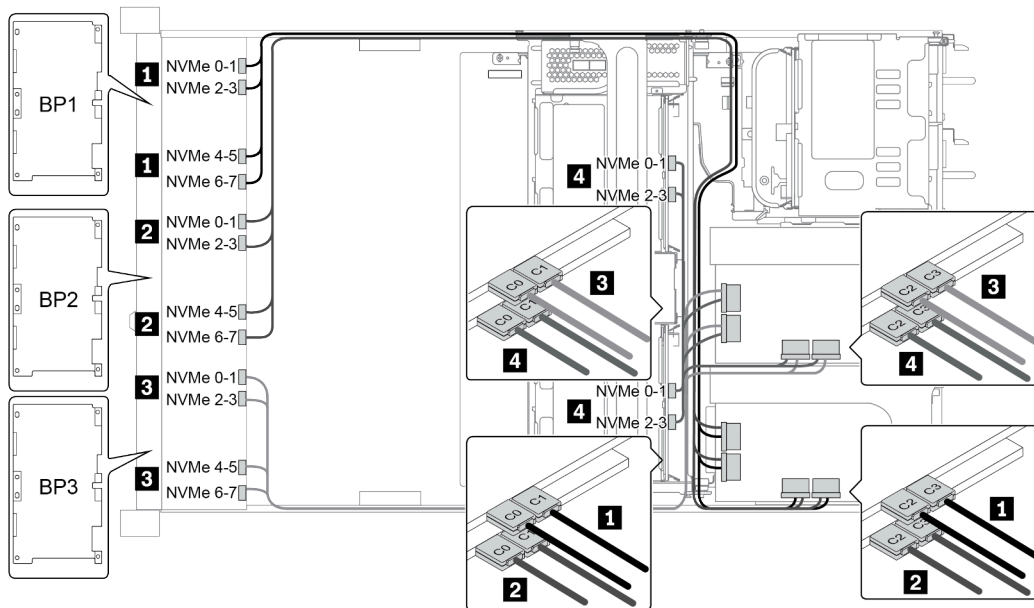


그림 43. Configuration 3



## 8 x 3.5인치 앞면 드라이브 베이(SAS/SATA)

이 섹션에서는 8 x 2.5인치 SAS/SATA 앞면 드라이브 베이이 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

Configuration	Storage controller	
	Qty.	Type
Config. 1		
Config. 2	1	SFF 8i RAID/HBA

### Configuration 1 – 2:

BP1: 8 x 3.5-inch SAS/SATA BP

Co-n-fig.	Front BP	System board	Storage controller
			SFF 16i RAID/HBA
1	SAS 0	PCIe 1	
	SAS 1	PCIe 2	
2	SAS 0, SAS 1		Gen 4: C 0 Gen3: C 0, C 1

예

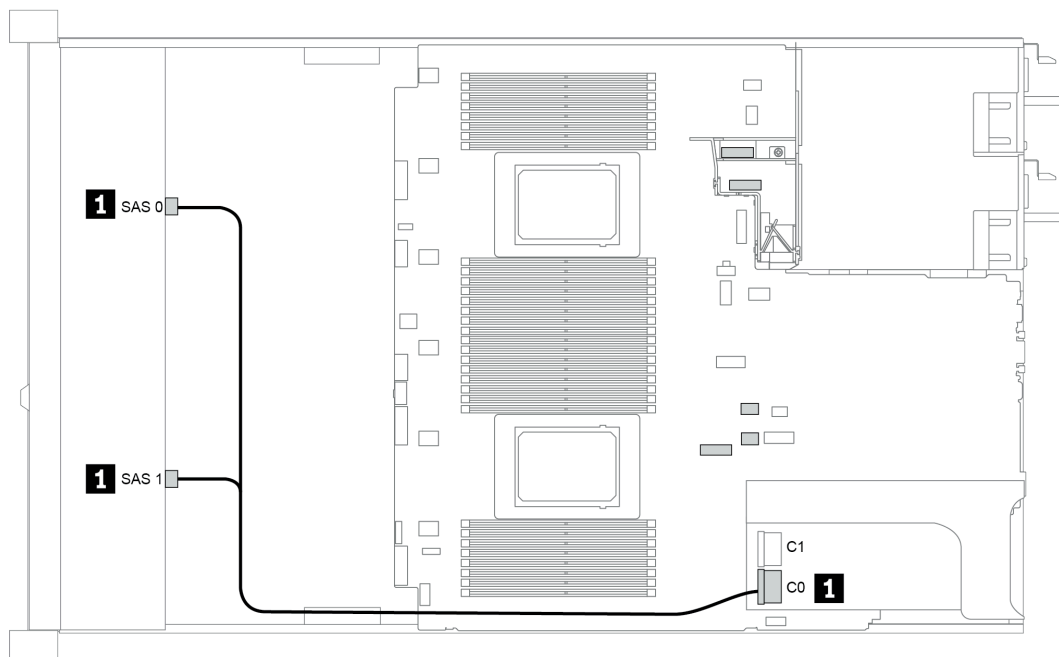


그림 44. Configuration 2

## 12 x 3.5인치 앞면 드라이브 베이(SAS/SATA)

이 섹션에서는 12 x 3.5인치 SAS/SATA 앞면 드라이브 베이이 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

Configuration	Mid/Rear BP		Storage controller	
	Qty.	Type	Qty.	Type
Config. 1				
Config. 2			1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 3	2	Mid: 4 x 2.5'' NVMe	1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 4	1	Rear: 2 x 3.5'' SAS/SATA	1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 5	1	Rear: 2 x 3.5'' SAS/SATA	2	SFF 8i HBA + SFF 16i RAID/HBA
Config. 6	1	Rear: 4 x 3.5'' SAS/SATA	1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 7	1	Rear: 4 x 3.5'' SAS/SATA	2	SFF 8i HBA + SFF 16i RAID/HBA
Config. 8	1	Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 9	1	Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	2	SFF 8i HBA + SFF 16i RAID/HBA
Config. 10	2	Mid: 4 x 3.5'' SAS/SATA Rear: 4 x 3.5'' SAS/SATA	1	SFF 8i HBA
Config. 11	2	Mid: 4 x 3.5'' SAS/SATA Rear: 4 x 3.5'' SAS/SATA	1	SFF 32i RAID
Config. 12	2	Mid: 4 x 3.5'' SAS/SATA Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	1	SFF 8i HBA
Config. 13	2	Mid: 4 x 3.5'' SAS/SATA Rear: 4 x 2.5'' SAS/SATA	1	SFF 32i RAID

서버 구성에 따라 케이블 배선 정보는 다음 섹션 중 하나를 참조하십시오.

- ["Configuration 1 – 2: BP 1" 131페이지](#)
- ["Configuration 3: BP 1 + BP 5" 132페이지](#)
- ["Configuration 4 – 11: BP 1 + BP 4" 133페이지](#)
- ["Configuration 12 – 13: BP1 + BP 4 + BP 5" 134페이지](#)

## Configuration 1 – 2:

BP 1: 12 x 3.5" SAS/SATA BP

Co- n- fig.	Front BP	System board	Storage controller	
			SFF 16i RAID/HBA	SFF 16i RAID (Tri-Mode)
1	SAS 0	PCIe 1		
	SAS 1	PCIe 2		
2	SAS 0, SAS 1		Gen 4: C 0 Gen3: C 0/ C 1	
	SAS 2		Gen 4: C 1 Gen3: C 2/ C 3	

예

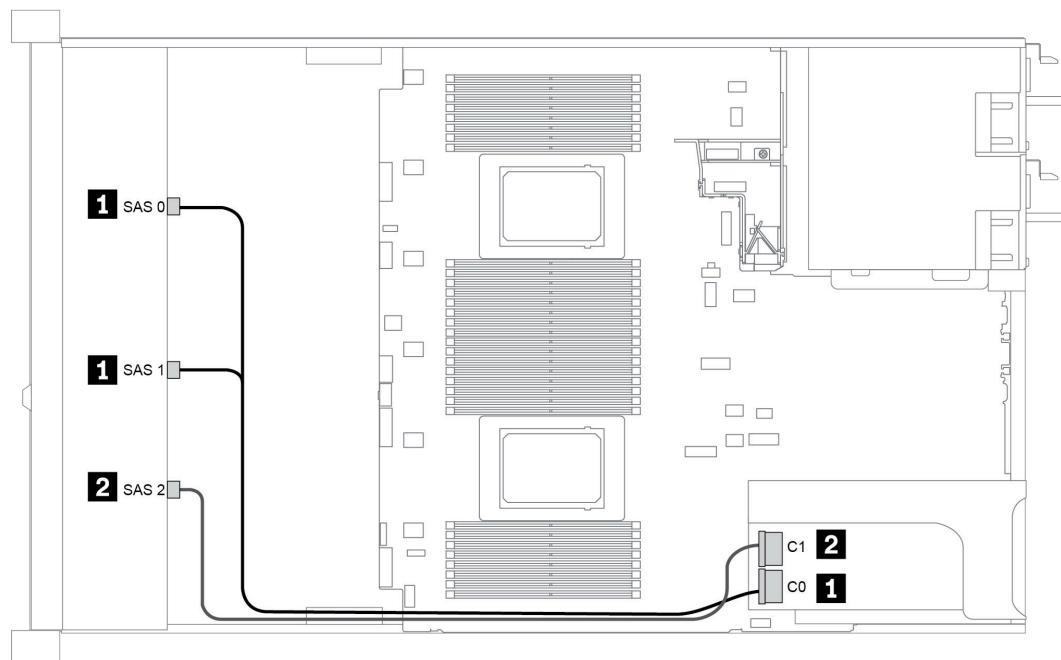


그림 45. Configuration 2

### Configuration 3:

BP 1: 12 x 3.5" SAS/SATA BP

BP 5 + BP 6: 2 x 4 x 2.5" NVMe BP

Co-n-fig.	Front BP	Mid BP	System board	Storage controller
				SFF 16i RAID/HBA
3	SAS 0, SAS 1			Gen 4: C 0 Gen3: C 0/ C 1
	SAS 2			C 1
		BP 5: NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2	
		BP 5: NVMe 2-3	PCIe 3	
		BP 6: NVMe 0-1	PCIe 7	
		BP 6: NVMe 2-3	PCIe 8	

예

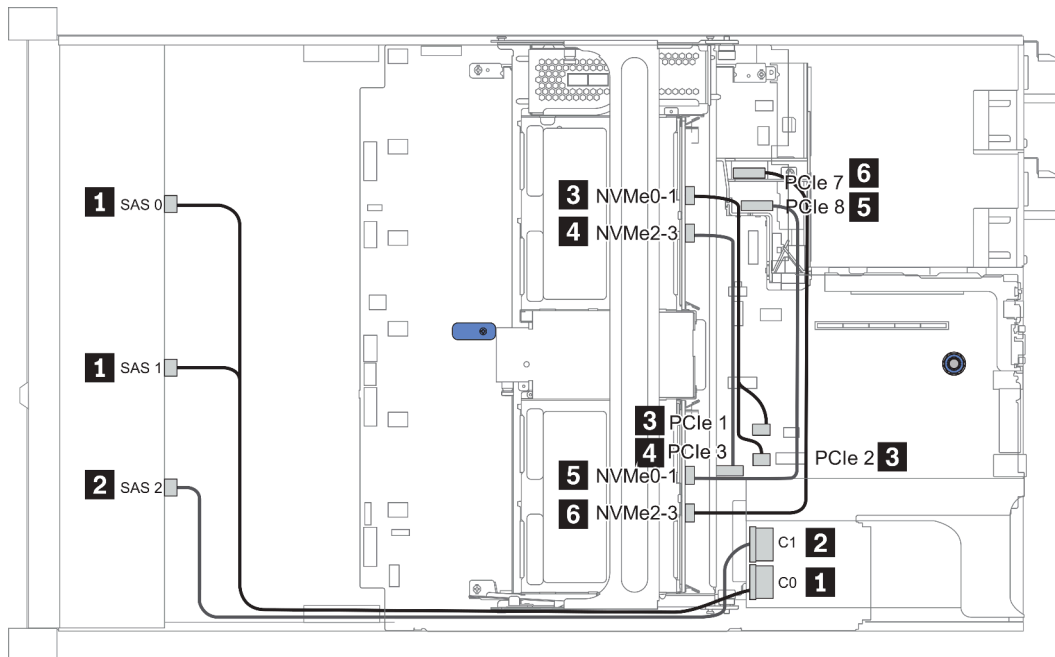


그림 46. Configuration 3

### Configuration 4 – 9:

BP 1:12 x 3.5" SAS/SATA BP

BP 4: 4 x 2.5" SAS/SATA BP/ 2 x 3.5" SAS/SATA BP/ 4 x 3.5" SAS/SATA BP

Config.	Front BP	Rear BP	Storage controller	
			SFF 16i RAID/HBA	SFF 8i RAID
4/6/8	SAS 0, SAS 1		Gen 4: C 0 Gen3: C 0/C 1	
	SAS 2	BP 4: SAS	Gen 4: C 1 Gen3: C 2/C 3	
5/7/9	SAS 0, SAS 1		Gen 4: C 0 Gen3: C 0/C 1	
	SAS 2		Gen 4: C 1 Gen3: C 2	
		BP 4: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0

예

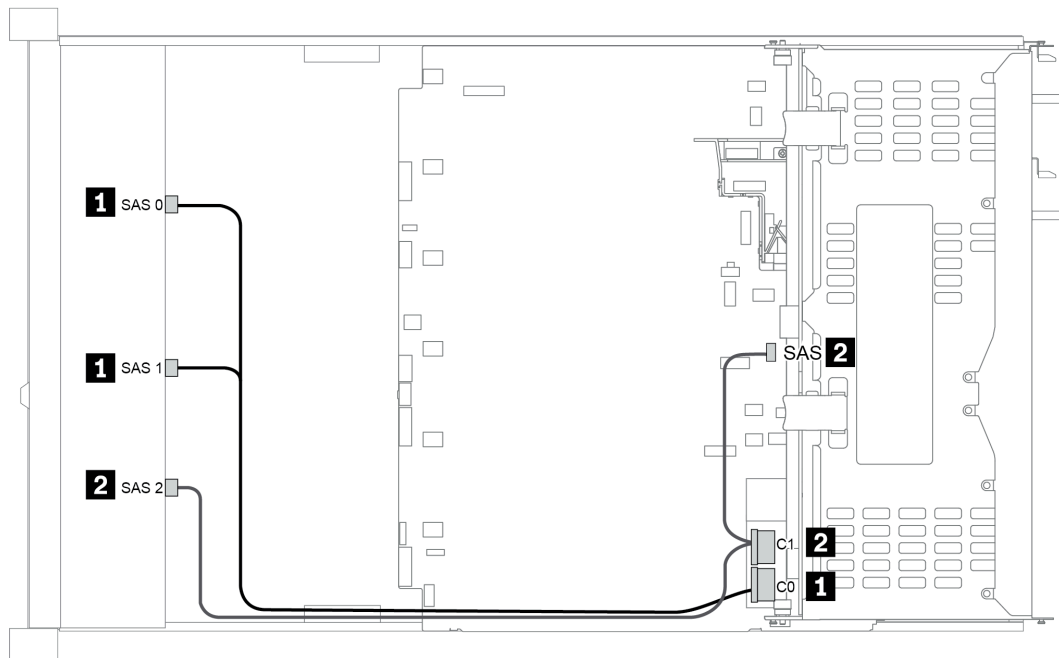


그림 47. Configuration 6

### Configuration 10 – 13:

BP 1: 12 x 3.5" SAS/SATA BP

BP 4: 4 x 2.5" SAS/SATA BP/ 4 x 3.5" SAS/SATA BP

BP 5: 4 x 3.5" SAS/SATA BP

Co- nf- ig.	Front BP	Mid/Rear BP	System board	Storage controller	
				SFF 8i HBA	SFF 32i RAID
10/ 12	SAS 0		PCIe 1		
	SAS 1		PCIe 2		
	SAS 2		PCIe 4, PCIe 5		
		BP 4: SAS BP 5: SAS		Gen 4: C 0 Gen3: C 0/C 1	
11/ 13	SAS 0, SAS 1				C 0
	SAS 2	BP 4: SAS			C 1
		BP 5: SAS			C 2

예

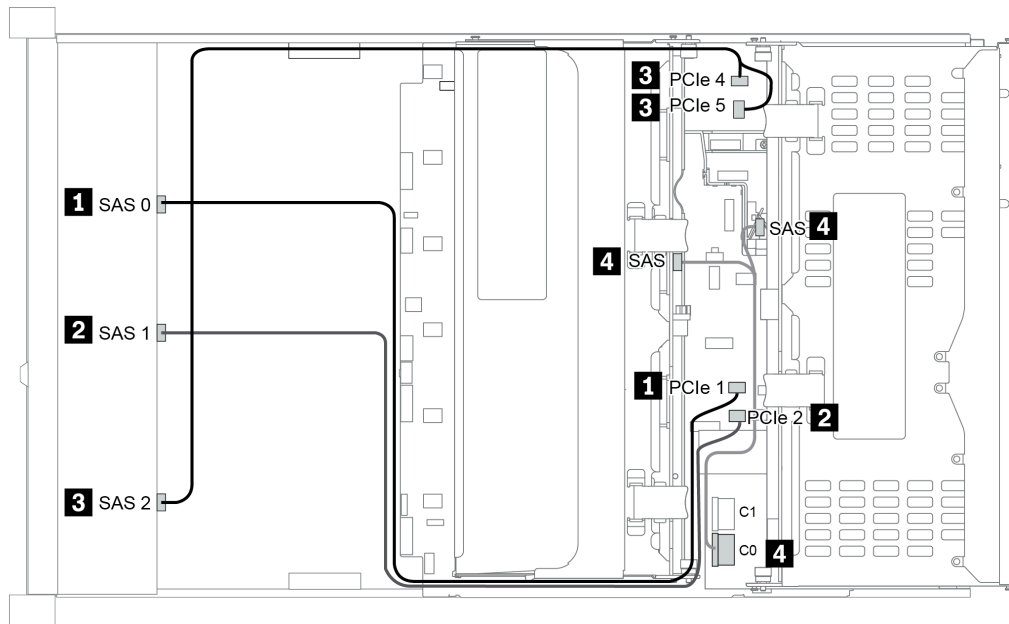


그림 48. Configuration 10

## 12 x 3.5인치 앞면 드라이브 베이(AnyBay)

이 섹션에서는 12 x 3.5인치 AnyBay 앞면 드라이브 베이이 지원되는 서버 모델의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

Configuration	Mid/Rear BP		Storage controller	
	Qty.	Type	Qty.	Type
Config. 1			1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 2			1	SFF 16i RAID (Tri-Mode)
Config. 3	1	Rear: 4 x 3.5'' SAS/SATA	1	SFF 16i RAID/HBA
Config. 4	1	Rear: 4 x 3.5'' SAS/SATA	2	SFF 8i HBA + SFF 16i RAID/HBA
Config. 5	2	Mid: 4 x 3.5'' SAS/SATA  Rear: 4 x 3.5'' SAS/SATA	1	SFF 32i RAID

서버 구성에 따라 케이블 배선 정보는 다음 섹션 중 하나를 참조하십시오.

- ["Configuration 1 – 2: BP 1" 136페이지](#)
- ["Configuration 3 – 4: BP 1 + BP 4" 137페이지](#)
- ["Configuration 5: BP 1 + BP 4 + BP 5" 138페이지](#)

## Configuration 1 – 2:

BP 1: 12 x 3.5" AnyBay BP

Co- n- fig.	Front BP	System board	Storage controller
			SFF 16i RAID/HBA
1	NVMe 0-1	PCIe 1, PCIe 2	
	NVMe 2-3	PCIe 3	
	NVMe 4-5	PCIe 4, PCIe 5	
	NVMe 6-7	PCIe 6	
	NVMe 8-9	PCIe 7	
	NVMe 10-11	PCIe 8	
	SAS 0, SAS 1		Gen 4: C 0 Gen3: C 0/ C 1
	SAS 2		C 1
2	SAS 0, SAS 1		Gen 4: C 0 Gen3: C 0/ C 1
	SAS 2		Gen 4: C 1 Gen3: C 2/ C 3



### Configuration 3 – 4:

BP 1: 12 x 3.5'' AnyBay BP

BP 4: 4 x 3.5'' SAS/SATA BP

Co-n-fig.	Front BP	Rear BP	System board	Storage controller	
				SFF 16i RAID/HBA	SFF 8i RAID
3	NVMe 0-1		PCIe 1, PCIe 2		
	NVMe 2-3		PCIe 3		
	NVMe 4-5		PCIe 4, PCIe 5		
	NVMe 6-7		PCIe 6		
	NVMe 8-9		PCIe 7		
	NVMe 10-11		PCIe 8		
	SAS 0, SAS 1			Gen 4: C 0 Gen3: C 0/ C 1	
	SAS 2	BP 4: SAS		Gen 4: C 1 Gen3: C 2/C 3	
4	NVMe 0-1		PCIe 1, PCIe 2		
	NVMe 2-3		PCIe 3		
	NVMe 4-5		PCIe 4, PCIe 5		
	NVMe 6-7		PCIe 6		
	NVMe 8-9		PCIe 7		
	NVMe 10-11		PCIe 8		
	SAS 0, SAS 1			Gen 4: C 0 Gen3: C 1	
	SAS 2			Gen 4: C 1 Gen3: C 0	
		BP 4: SAS			Gen 4: C 0 Gen3: C 0

**Configuration 5:**

BP 1: 12 x 3.5" AnyBay BP

BP 4: 4 x 3.5" SAS/SATA BP

BP 5: 4 x 3.5" SAS/SATA BP

Co- n- fig.	Front BP	Rear BP	System board	Storage controller
				SFF 32i RAID
5	NVMe 0-1		PCIe 1, PCIe 2	
	NVMe 2-3		PCIe 3	
	NVMe 4-5		PCIe 4, PCIe 5	
	NVMe 6-7		PCIe 6	
	NVMe 8-9		PCIe 7	
	NVMe 10-11		PCIe 8	
	SAS 0, SAS 1			C 0
	SAS 2	BP 4: SAS		C 1
		BP 5: SAS		C 2

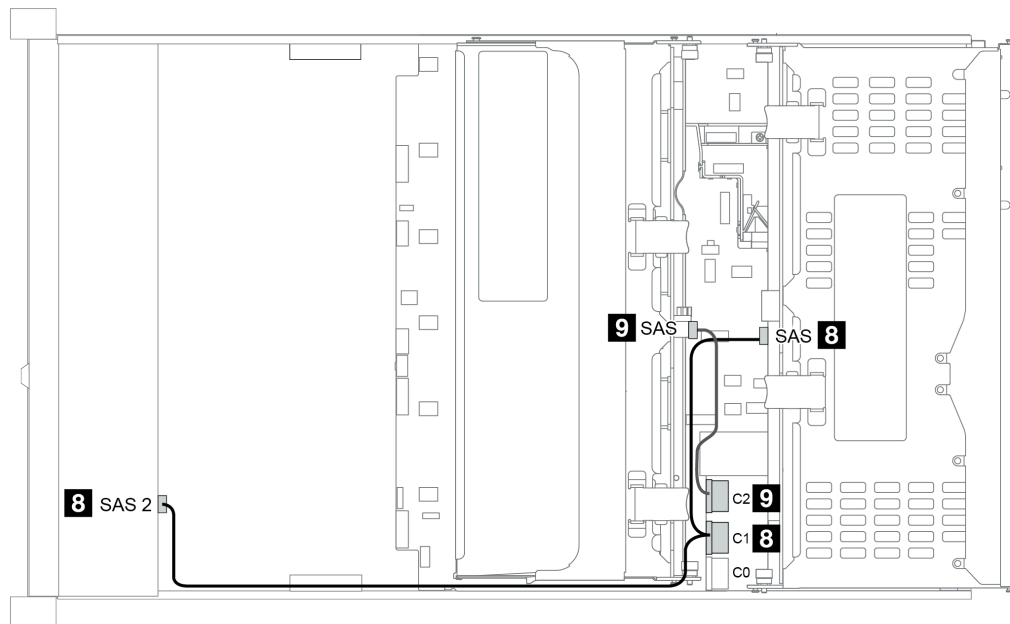
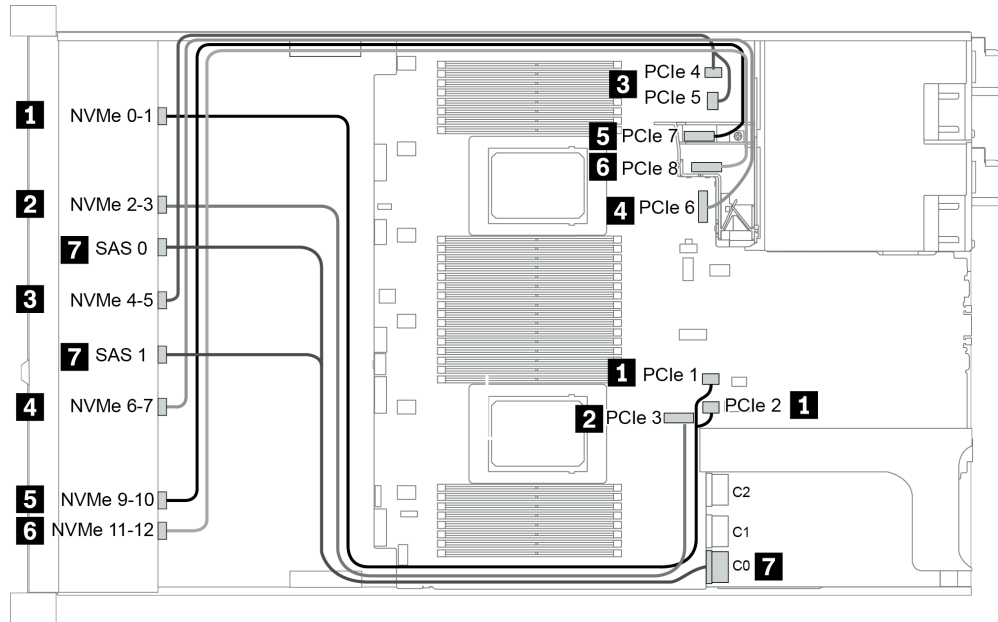


그림 49. Configuration 5



## 제 4 장 서버 하드웨어 설치

서버를 설치하려면 구입한 모든 옵션을 설치하고, 서버 케이블을 연결하고, 펌웨어를 구성 및 업데이트한 다음 운영 체제를 설치하십시오.

### 서버 설치 점검 목록

서버 설치 점검 목록을 사용하여 서버를 설치하는 데 필요한 모든 작업을 수행했는지 확인하십시오.

서버 설치 절차는 서버 배송 당시의 서버 구성에 따라 달라집니다. 경우에 따라서는 서버가 완전하게 구성되어 있으므로 네트워크와 AC 전원에 서버를 연결하기만 하면 서버의 전원을 켤 수 있습니다. 다른 경우 서버에 하드웨어 옵션을 설치하고 하드웨어 및 펌웨어 구성이 필요하며 운영 체제를 설치해야 하는 경우도 있습니다.

다음 단계에서는 서버 설치에 대한 일반적인 절차를 설명합니다.

1. 서버 패키지의 포장을 푸십시오. "[패키지 내용](#)" 4페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 서버 하드웨어를 설치하십시오.
  - a. 필수 하드웨어 또는 서버 옵션을 설치하십시오. 다음 "[서버 하드웨어 옵션 설치](#)" 151페이지와 관련된 토픽을 확인하십시오.
  - b. 필요한 경우 서버와 함께 제공되는 레일 키트를 사용하여 표준 랙 캐비닛에 서버를 설치하십시오. 옵션 레일 키트와 함께 제공되는 [랙 설치 안내서](#)를 참조하십시오.
  - c. 서버에 이더넷 케이블 및 전원 코드를 연결하십시오. 커넥터의 위치를 확인하려면 "[뒷면 보기](#)" 54페이지의 내용을 참조하십시오. 케이블 연결 모범 사례는 "[서버 케이블 연결](#)" 237페이지의 내용을 참조하십시오.
  - d. 서버의 전원을 켜십시오. "[서버 전원 켜기](#)" 238페이지의 내용을 참조하십시오.

참고: 서버의 전원을 켜지 않고 시스템을 구성할 수 있도록 관리 프로세서 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. 서버가 전원에 연결되면 관리 프로세서 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 관리 서버 프로세서에 대한 액세스와 관련된 세부 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 XCC 설명서 버전의 "XClarity Controller 웹 인터페이스 열기 및 사용" 섹션 ([https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc\\_frontend/lxccc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html)).

- e. 서버 하드웨어가 성공적으로 설치되었는지 확인하십시오. "[서버 설치 확인](#)" 238페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 시스템을 구성하십시오.
    - a. BMC를 관리 네트워크에 연결하십시오. "[Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결 설정](#)" 241페이지의 내용을 참조하십시오.
    - b. 필요한 경우 서버의 펌웨어를 업데이트하십시오. "[펌웨어 업데이트](#)" 242페이지의 내용을 참조하십시오.
    - c. 서버의 펌웨어를 구성하십시오. "[펌웨어 구성](#)" 245페이지의 내용을 참조하십시오.

다음 정보는 RAID 구성에 사용할 수 있습니다.

      - <https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
      - <https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
    - d. 운영 체제를 설치하십시오. "[운영 체제 배포](#)" 249페이지의 내용을 참조하십시오.
    - e. 서버 구성을 백업하십시오. "[서버 구성 백업](#)" 252페이지의 내용을 참조하십시오.
    - f. 서버를 사용할 응용 프로그램 및 프로그램을 설치하십시오.

## 설치 지침

설치 지침을 사용하여 서버에 구성 요소를 설치하십시오.

옵션 장치를 설치하기 전에 다음 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오.

**주의:** 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

- 안전하게 작업하려면 먼저 안전 정보와 지침을 읽으십시오.  
[http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety\\_documentation/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html)
- 설치하려는 구성 요소가 서버에서 지원되는지 확인하십시오. 서버의 지원 옵션 구성 요소 목록은 <https://serverproven.lenovo.com/>의 내용을 참조하십시오.
- 새 서버를 설치하는 경우 최신 펌웨어를 다운로드하여 적용하십시오. 이렇게 하면 알려진 문제를 해결하고 서버가 최적의 성능으로 작동할 준비가 됩니다. 다음 [ThinkSystem SR665 드라이버 및 소프트웨어로 이동해서](#) 서버의 펌웨어 업데이트를 다운로드하십시오.

**중요:** 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 수준 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다. 구성 요소가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 지원 펌웨어 및 드라이브의 최신 Best Recipe 코드 수준 메뉴를 확인하십시오.

- 옵션 구성 요소를 설치하기 전에 서버가 올바르게 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다.
- 작업 공간을 깨끗하게 유지하고, 제거한 구성 요소는 흔들리거나 기울지 않은 평평하고 매끄러운 표면에 놓으십시오.
- 너무 무거울 수 있는 물건은 들지 마십시오. 무거운 물건을 들어야 하는 경우에는 다음 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오.
  - 미끄러지지 않고 견고하게 서 있을 수 있는지 확인하십시오.
  - 두 발에 물건의 무게를 분산시키십시오.
  - 물건을 천천히 들어 올리십시오. 무거운 물건을 들어 올릴 때는 갑자기 움직이거나 몸을 돌리지 마십시오.
  - 등에 무리가 가지 않도록 허리를 펴고 다리에 힘을 주고 들어 올리십시오.
- 디스크 드라이브 관련 변경을 수행하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오.
- 작은 일자 드라이버, 작은 Phillips 드라이버 및 T8 별모양 드라이버를 준비하십시오.
- 시스템 보드 및 내부 구성 요소의 오류 LED를 보려면 전원을 켜 두십시오.
- 핫 스왑 전원 공급 장치, 핫 스왑 팬 또는 핫 플러그 USB 장치를 제거하거나 설치하기 위해 서버를 끄지 않아도 됩니다. 하지만 어댑터 케이블 제거 또는 설치와 관련된 단계를 수행하기 전에는 서버를 꺼야 하며, 라이터 카드, 메모리, 프로세서 제거 또는 설치 관련 단계를 수행하기 전에는 서버에서 전원을 분리해야 합니다.
- 구성 요소의 파란색은 서버에서 구성 요소 제거 또는 설치, 래치 열기 또는 닫기 등을 수행할 수 있는 터치 포인트를 나타냅니다.
- 드라이브의 레드 스트립은 해제 래치와 인접해 있으며 서버 및 운영 체제에서 지원 핫 스왑 기능을 지원할 경우 드라이브를 핫 스왑할 수 있습니다. 즉 서버가 여전히 실행 중인 동안 드라이브를 제거하거나 설치할 수 있습니다.

**참고:** 드라이브를 제거 또는 설치하기 전에 수행해야 할 수도 있는 모든 추가 절차는 핫 스왑 드라이브의 제거 또는 설치에 관한 시스템별 지시사항을 참고하십시오.

- 서버에서 작업을 마친 후에는 모든 안전 실드, 가드, 레이블 및 접지 배선을 다시 설치해야 합니다.

## 안전 점검 목록

이 절의 정보를 사용하여 서버에서 잠재적으로 안전하지 않은 상태를 식별하십시오. 각 시스템이 설계되고 제작될 때 사용자와 서비스 기술자를 부상으로부터 보호하기 위해 필요한 안전 부품이 설치되었습니다.

**참고:**

1. 이 제품은 작업장 규정 §2에 따라 비주얼 디스플레이 작업장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
2. 서버 설정은 서버실에서만 가능합니다.

**경고:**

이 장비는 오디오/비디오, 정보 기술 및 통신 기술 분야의 전자 장비 안전 표준인 NEC, IEC 62368-1 및 IEC 60950-1에 정의된 대로 숙련된 직원이 설치하거나 정비해야 합니다. Lenovo는 사용자가 장비를 수리할 자격이 있으며 에너지 수준이 위험한 제품의 위험을 인식할 수 있는 훈련을 받은 것으로 가정합니다. 도구 또는 잠금 장치와 키 또는 다른 보안 수단을 사용하여 장비에 접근할 수 있으며, 이는 해당 위치에 대해 책임 있는 기관에 의해 통제됩니다.

**중요:** 서버의 전기 접지는 운영자의 안전과 정확한 시스템 기능을 위한 필수 사항입니다. 공인 전기 기술자에게 콘센트의 접지가 적절한지 확인하십시오.

잠재적으로 안전하지 않은 조건이 없는지 확인하려면 다음 점검 목록을 사용하십시오.

1. 전원이 꺼져 있고 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.
2. 전원 코드를 확인하십시오.
  - 제3선 접지 커넥터의 상태가 양호한지 확인하십시오. 측정기를 사용하여 외부 접지 핀과 프레임 접지 사이에서 제3선 접지 연속성이  $0.1\Omega$  이하인지 확인하십시오.
  - 전원 코드 유형이 올바른지 확인하십시오.서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.
  - a. 사이트로 이동하십시오.  
<http://dsc.lenovo.com/#/>
  - b. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)를 클릭하십시오.
  - c. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.
  - d. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전원) → Power Cables(케이블)를 클릭하십시오.
- 절연체가 헤어지거나 닳지 않았는지 확인하십시오.
3. 확연히 눈에 띄는 Lenovo 이외 개조부가 있는지 확인하십시오. Lenovo 이외 개조부의 안전을 현명하게 판단하십시오.
4. 쇳가루, 오염 물질, 수분 등의 액체류 또는 화재나 연기 피해의 흔적 등 확연하게 안전하지 않은 조건을 찾아 서버 내부를 점검하십시오.
5. 닳거나 헤어지거나 혹은 집혀서 패이거나 꺾인 케이블이 있는지 확인하십시오.
6. 전원 공급 장치 덮개 잠금 장치(나사 또는 리벳)가 제거되지 않았거나 함부로 변경되지 않았는지 확인하십시오.

## 시스템 안정성 지침

적절한 시스템 냉각을 위해 시스템 안정성 지침을 따라야 합니다.

다음 요구사항이 충족되는지 확인하십시오.

- 서버에 보조 전원이 공급되면 각 전원 공급 장치 베이에 전원 공급 장치를 설치해야 합니다.
- 서버 냉각 시스템이 올바르게 작동할 수 있도록 서버 주변에 적정 공간이 확보되어야 합니다. 서버 앞면과 뒷면 주위에 약 50mm(2.0")의 여유 공간을 남겨 두십시오. 팬 앞에는 물건을 두지 마십시오.
- 적절한 냉각 및 통풍을 위해 전원을 켜기 전에 서버 덮개를 다시 장착하십시오. 서버 덮개를 제거한 상태로 30분 이상 서버를 작동하지 마십시오. 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.
- 옵션 구성 요소와 함께 제공되는 케이블 연결 지시사항을 준수해야 합니다.
- 고장난 팬은 오작동 후 48시간 이내에 교체해야 합니다.
- 제거한 핫 스왑 팬은 제거한 후 30초 이내에 교체해야 합니다.
- 제거한 핫 스왑 드라이브는 제거한 후 2분 이내에 교체해야 합니다.
- 제거한 핫 스왑 전원 공급 장치는 제거한 후 2분 이내에 교체해야 합니다.
- 서버가 시작될 때 서버와 함께 제공되는 모든 공기 조절 장치가 설치되어 있어야 합니다(일부 서버에는 하나 이상의 공기 조절 장치가 제공될 수 있음). 공기 조절 장치가 누락된 상태에서 서버를 작동하면 프로세서가 손상될 수 있습니다.
- 모든 프로세서 소켓에는 소켓 덮개 또는 방열판이 있는 프로세서가 있어야 합니다.
- 2개 이상의 프로세서가 설치되면 각 서버의 팬 배치 규칙을 철저히 준수해야 합니다.



## 전원이 켜져 있는 서버 내부에서 작업

전원이 켜져 있는 서버 내부에서 작업하기 위한 지침입니다.

**주의:** 내부 서버 구성 요소가 정전기에 노출되면 서버가 중지되고 데이터가 손실될 수 있습니다. 이러한 잠재적 문제를 방지하기 위해 전원이 켜진 상태로 서버 내부에서 작업할 때는 항상 정전기 차단 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 사용해야 합니다.

- 특히 소매가 헐렁한 상의는 피하십시오. 서버 내부에서 작업하기 전에 긴 소매의 단추를 잠그거나 접어 올리십시오.
- 넥타이, 스카프, 배지 줄 또는 머리카락이 서버에 닿지 않도록 하십시오.
- 팔찌, 목걸이, 반지, 커프스 단추 및 손목 시계와 같은 장신구는 착용하지 마십시오.
- 펜 및 연필과 같이 상체를 구부릴 때 서버 안으로 떨어질 수 있는 물건을 모두 셔츠 주머니에서 빼두십시오.
- 종이 클립, 머리핀 및 나사와 같은 금속 물체가 서버 안으로 떨어지지 않도록 주의하십시오.

## 정전기에 민감한 장치 취급

다음 정보를 사용하여 정전기에 민감한 장치를 취급하십시오.

**주의:** 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

- 주위에서 정전기가 발생하지 않도록 움직임을 제한하십시오.
- 추운 날씨에는 난방을 하면 실내 습도가 감소하고 정전기가 증가하므로 장치를 다룰 때 특히 주의하십시오.
- 특히 전원이 켜진 상태에서 서버 내부에서 작업할 때 항상 정전기 차단 손목 스트랩이나 다른 접지 시스템을 사용하십시오.
- 장치가 들어있는 정전기 방지 포장재가 서버 외부의 도포되지 않은 금속 표면에 2초 이상 접촉하지 않도록 하십시오. 이 과정을 거치면 포장재 및 사용자의 신체에 미치는 정전기의 영향을 줄일 수 있습니다.
- 정전기 방지 포장재에서 장치를 꺼내 내려놓지 않고 바로 서버에 설치하십시오. 장치를 내려놓아야 하는 경우에는 정전기 방지 포장재에 다시 넣으십시오. 장치를 서버 또는 금속으로 된 표면에 놓지 마십시오.
- 장치를 다룰 때 가장자리나 프레임을 조심스럽게 잡으십시오.
- 납땜 부위, 핀 또는 노출된 회로는 만지지 마십시오.
- 다른 사람의 손이 닿지 않는 곳에 두어 손상되지 않도록 하십시오.

## 메모리 모듈 설치 규정 및 순서

메모리 모듈은 서버에 구현한 메모리 구성에 따라 특정 순서로 설치해야 합니다.

일반 혼합 규칙:

DIMM	채널에 공존	시스템에 공존
RDIMM 및 Performance+ RDIMM		
3DS RDIMM 및 기타 DIMM 유형		
128GB 3DS RDIMM 및 256GB 3DS RDIMM		
DRAM 밀도가 다른 DIMM(8Gbit 및 16Gbit)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>
DRAM 데이터 폭이 다른 DIMM(x4 및 x8)		√
등급이 다른 DIMM	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>
다른 공급 업체에서 제조한 DIMM	√	√
전압이 다른 DIMM <sup>3</sup>		
ECC 및 비-ECC DIMM <sup>4</sup>		
1. 밀도가 높은 DIMM을 먼저 설치하십시오. 2. 등급이 높은 DIMM을 먼저 설치하십시오. 3. 1.2V만 지원. 4. ECC DIMM만 지원.		

## DIMM 호환성(일반 혼합 규칙 기반)

유형	옵션	용량	DRAM 데이터 폭	DRAM 밀도
RDIMM	1	16GB	x8	8Gbit
	2	32GB	x4	8Gbit
	3	32GB	x8	16Gbit
	4	64GB	x4	16Gbit
Performance+ RDIMM	5	32GB	x8	16Gbit
	6	64GB	x4	16Gbit
3DS RDIMM	7	128GB	x4	16Gbit
	8	256GB	x4	16Gbit
채널 내 혼합 지원: • 옵션 1 및 3 • 옵션 2 및 4  시스템 내 혼합 지원: • 옵션 1~4(밀도가 높은 DRAM을 먼저 설치하십시오.) • 옵션 5~6(용량이 큰 DRAM을 먼저 설치하십시오.)				

메모리 균형을 맞추고 성능을 개선하려면 아래 규칙을 고려하십시오.

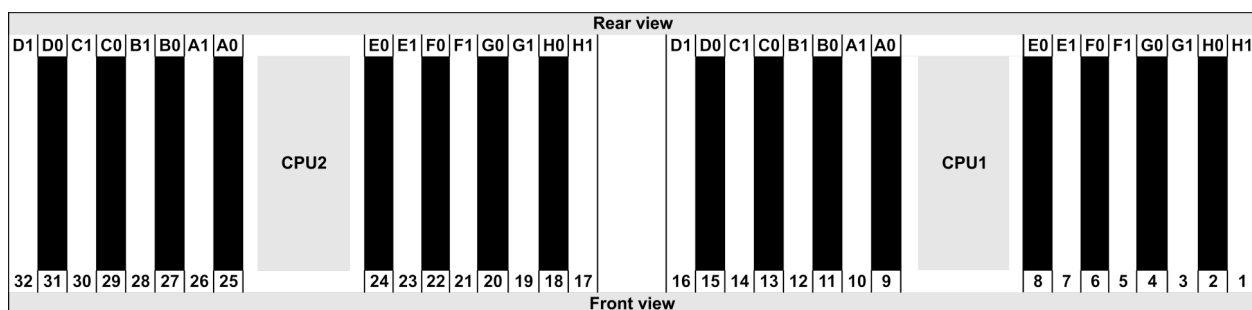
- 지정된 CPU의 채널 쌍별로 메모리 용량의 균형을 맞춥니다.
- 2개의 CPU가 설치된 경우 CPU 소켓별로 메모리 용량의 균형을 맞춥니다.
- Performance+ RDIMM을 사용하여 메모리 작동 속도를 최대화하는 경우 동일한 용량의 Performance+ RDIMM이 2DPC에 구성되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 성능이 향상되지 않습니다.
- 지정된 채널에 하나의 DIMM만 배치해야 하는 경우 DIMM 슬롯 1(CPU에서 가장 먼 슬롯)에 배치해야 합니다.
- 서버는 최소 구성으로 단일 DIMM을 지원하지만 전체 메모리 대역폭을 사용하려면 채널(A~H)당 하나의 DIMM을 배치해야 합니다. 최상의 성능을 위해서는 소켓당 8개 채널을 모두 배치하고 모든 채널의 용량이 동일하도록 설정하십시오.

참고: 서버 메모리 구성의 균형을 맞추기 위한 자세한 지시사항은 다음에서 확인할 수 있습니다.

## 2세대 또는 3세대 AMD EPYC 프로세서로 메모리 구성의 균형 잡기

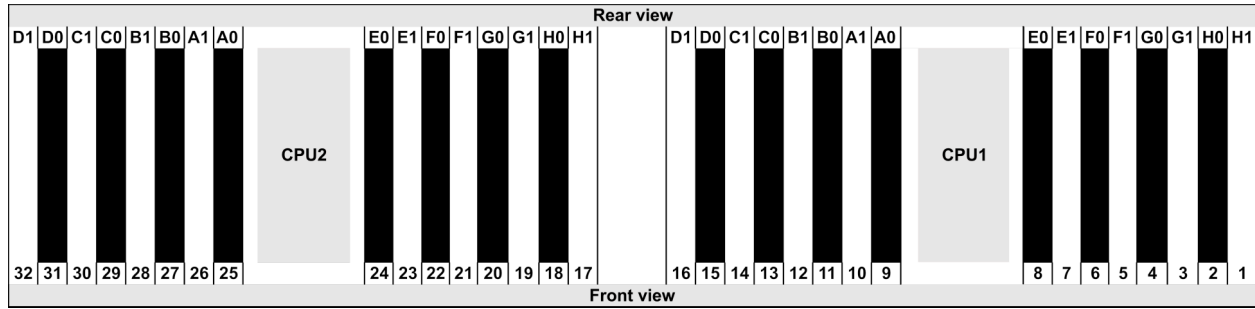
### 권장 배치 순서(일반 규칙 기반)

CPU 1개가 설치된 경우:



Qty.	DIMM population order															
1 DIMM	14															
2 DIMMs	14	16														
3 DIMMs	14	16	3													
4 DIMMs	14	16	3	1												
5 DIMMs	14	16	3	1	10											
6 DIMMs	14	16	3	1	10	12										
7 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7									
8 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5								
9 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13							
10 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15						
11 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4					
12 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4	2				
13 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4	2	9			
14 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4	2	9	11		
15 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4	2	9	11	8	
16 DIMMs	14	16	3	1	10	12	7	5	13	15	4	2	9	11	8	6

## CPU 2개가 설치된 경우:



Qty.	DIMM population order																																				
1 DIMM	14																																				
2 DIMMs	14	30																																			
3 DIMMs	14	30	16																																		
4 DIMMs	14	30	16	32																																	
5 DIMMs	14	30	16	32	3																																
6 DIMMs	14	30	16	32	3	19																															
7 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1																														
8 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17																													
9 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10																												
10 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26																											
11 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12																										
12 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28																									
13 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7																								
14 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23																							
15 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5																						
16 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21																					
17 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13																				
18 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29																			
19 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15																		
20 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31																	
21 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4																
22 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20															
23 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2														
24 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18													
25 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9												
26 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25											
27 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11										
28 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11	27									
29 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11	27	8								
30 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11	27	8	24							
31 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11	27	8	24	6						
32 DIMMs	14	30	16	32	3	19	1	17	10	26	12	28	7	23	5	21	13	29	15	31	4	20	2	18	9	25	11	27	8	24	6	22					

참고: 1개의 7003 시리즈 CPU가 있는 서버 모델의 경우 성능 최적화된 6-DIMM 및 12-DIMM 구성이 있고 2개의 7003 시리즈 CPU가 있는 서버 모델의 경우 12-DIMM 및 24-DIMM 구성이 있습니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.

CPU 수량	DIMM 수량	성능 최적화된 DIMM 장착 순서
1	6	1, 3, 7, 10, 14, 16
	12	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16
2	12	1, 3, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 30, 32
	24	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32

## 서버 하드웨어 옵션 설치

이 섹션에는 옵션 하드웨어의 초기 설치 수행에 대한 지시사항이 포함되어 있습니다. 각 구성 요소 설치 절차는 교체할 구성 요소에 액세스하기 위해 수행해야 하는 모든 작업을 참조합니다.

설치 절차는 작업을 최소화하기 위해 최적의 순서로 제공됩니다.

주의: 설치한 구성 요소가 문제 없이 올바르게 작동하는지 확인하려면 다음 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오.

- 설치하려는 구성 요소가 서버에서 지원되는지 확인하십시오. 서버의 지원 옵션 구성 요소 목록은 <https://serverproven.lenovo.com/>의 내용을 참조하십시오.
- 항상 최신 펌웨어를 다운로드하여 적용하십시오. 이렇게 하면 알려진 문제를 해결하고 서버가 최적의 성능으로 작동할 준비가 됩니다. 다음 [ThinkSystem SR665 드라이버 및 소프트웨어로 이동해서](#) 서버의 펌웨어 업데이트를 다운로드하십시오.
- 옵션 구성 요소를 설치하기 전에 서버가 올바르게 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다.
- 이 섹션의 설치 절차에 따라 적절한 도구를 사용하십시오. 잘못 설치된 구성 요소는 핀 손상, 커넥터 손상, 느슨한 케이블 연결 또는 느슨한 구성 요소로 인해 시스템 오류가 발생할 수 있습니다.

## 보안 베젤 제거

다음 정보를 사용하여 보안 베젤을 제거하십시오.

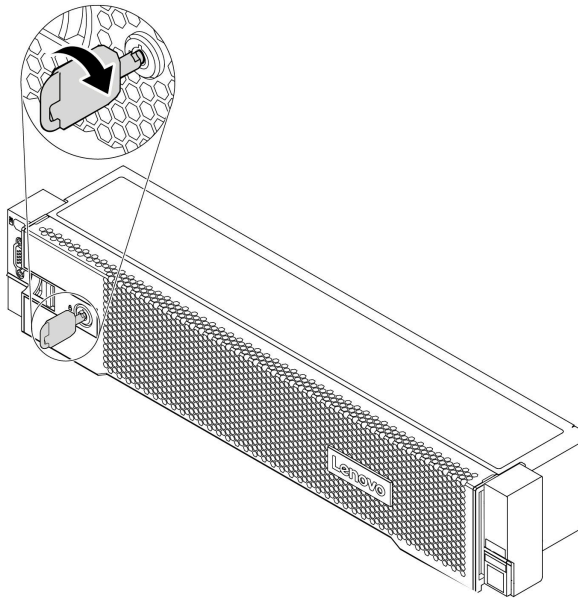
### 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 서버가 설치되어 있는 랙을 운송하기 전에 보안 베젤을 제자리에 다시 설치한 후 잠그십시오.

### 절차

단계 1. 키를 사용하여 보안 베젤의 잠금을 해제하십시오.



**그림 50. 보안 베젤 잠금 해제**



단계 2. 해제 래치 **1**을 누른 상태로 보안 베젤을 바깥쪽으로 돌려 새시에서 제거하십시오.

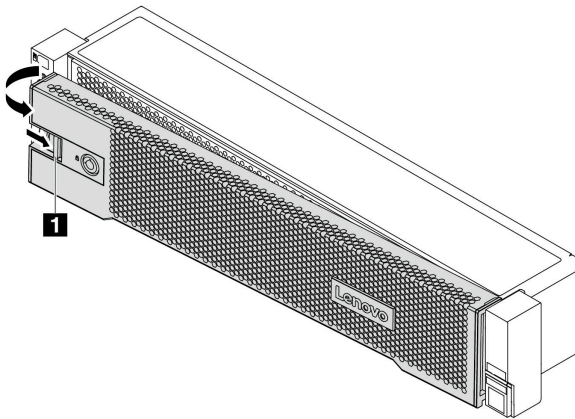


그림 51. 보안 베젤 제거

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 윗면 덮개 제거

다음 정보를 사용하여 윗면 덮개를 제거하십시오.

### 이 작업 정보

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

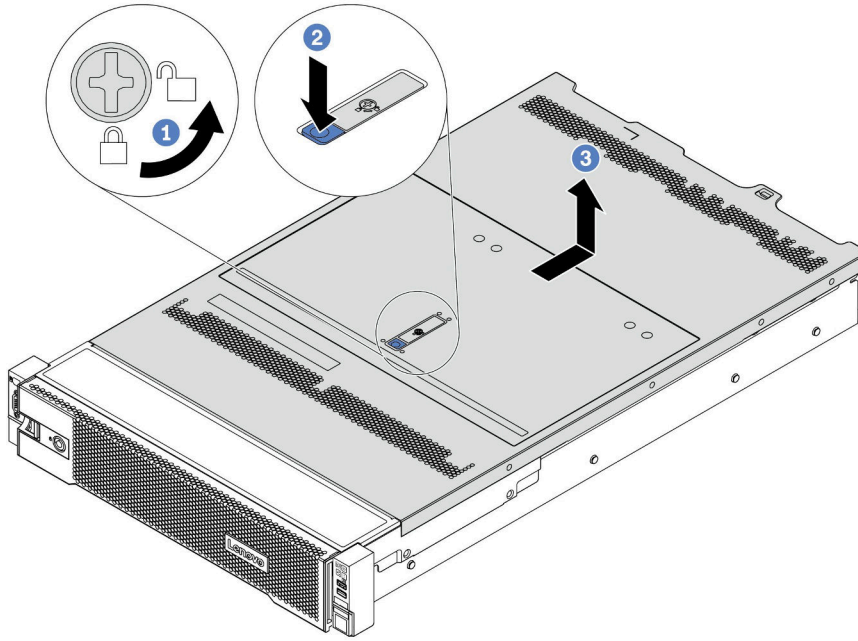
주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.

## 절차

- 단계 1. 서버가 랙에 설치된 경우 랙에서 서버를 제거하십시오. 서버의 레일 키트와 함께 제공되는 랙 설치 안내서를 참조하십시오.
- 단계 2. 윗면 덮개를 제거하십시오.

주의: 윗면 덮개를 조심스럽게 다루십시오. 덮개 래치가 열린 상태에서 윗면 덮개를 떨어뜨리면 덮개 래치가 손상될 수 있습니다.



**그림 52. 윗면 덮개 제거**

- a. 드라이버를 사용하여 그림과 같이 덮개 잠금 장치를 잠금 해제 위치로 돌리십시오.
- b. 덮개 래치의 해제 단추를 누른 다음 덮개 래치를 완전히 여십시오.
- c. 새시에서 분리될 때까지 윗면 덮개를 뒤쪽으로 미십시오. 그런 다음 새시에서 윗면 덮개를 들어 올리고 깨끗하고 평평한 표면에 놓으십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 공기 조절 장치 제거

다음 정보를 사용하여 공기 조절 장치를 제거하십시오. 서버에 하드웨어 옵션을 설치하려면 먼저 서버에서 공기 조절 장치를 제거해야 합니다.

## 이 작업 정보

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

S017



경고:

근처에 위험하게 움직이는 팬 블레이드가 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

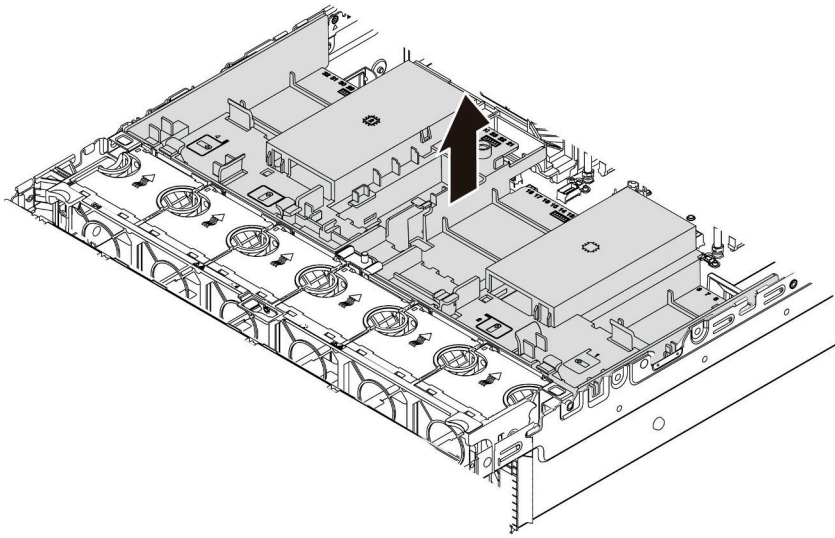
## 절차

단계 1. 서버를 준비하십시오.

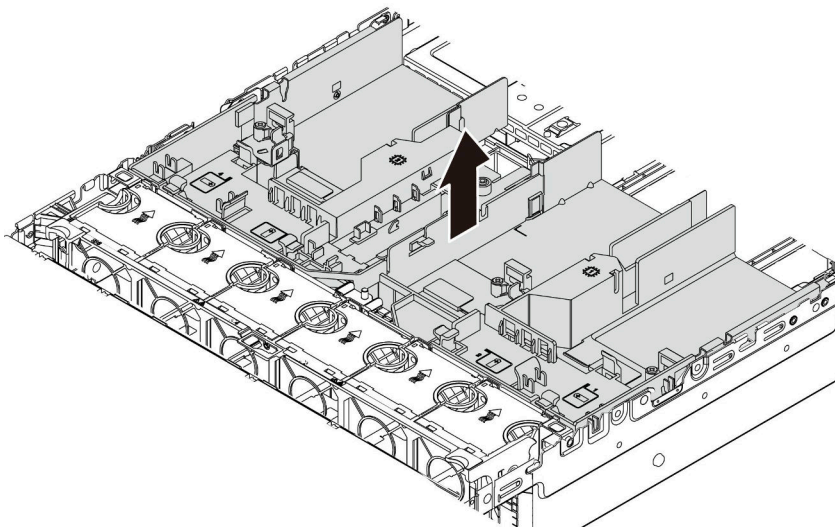
1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "[윗면 덮개 제거](#)" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "[내장 케이블 배선](#)" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 2. (GPU 공기 조절 장치만 해당) 공기 조절 장치 필터 또는 확장기(있는 경우)를 제거하십시오.

단계 3. 공기 조절 장치를 잡고 조심스럽게 서버 밖으로 들어 올리십시오.



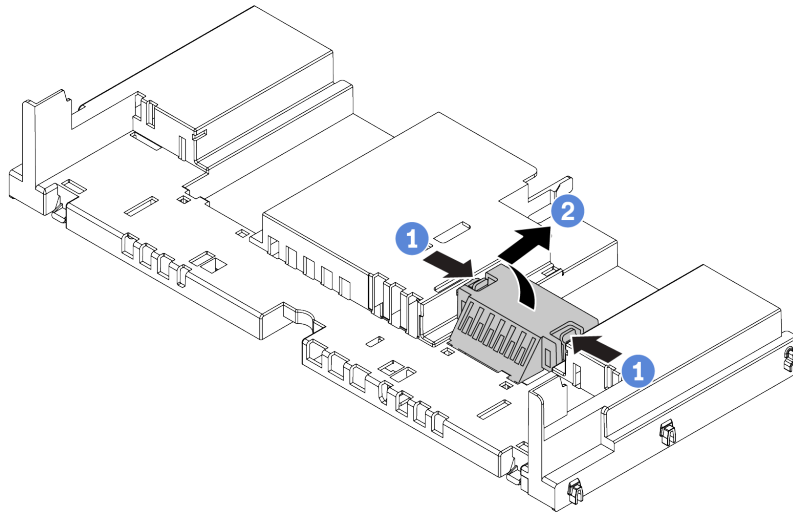
**그림 53. 표준 공기 조절 장치 제거**



**그림 54. GPU 공기 조절 장치 제거**

**주의:** 적절한 냉각 및 공기 흐름을 위해 서버를 켜기 전에 공기 조절 장치를 설치하십시오. 공기 조절 장치가 없이 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

- 단계 4. 1U 표준 방열판을 사용 중이고 2U 표준 또는 성능 방열판으로 변경해야 하는 경우 공기 조절 장치를 제거한 후 공기 조절 장치에서 필터를 제거하십시오.



**그림 55. 표준 공기 조절 장치에서 필터 제거**

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 시스템 팬 케이지 제거

다음 정보를 사용하여 시스템 팬 케이지를 제거하십시오.

### 이 작업 정보

시스템 팬 케이지가 일부 커넥터에 대한 액세스를 방해할 수 있습니다. 케이블 배선을 수행하기 전에 시스템 팬 케이지를 제거해야 합니다.

주의:

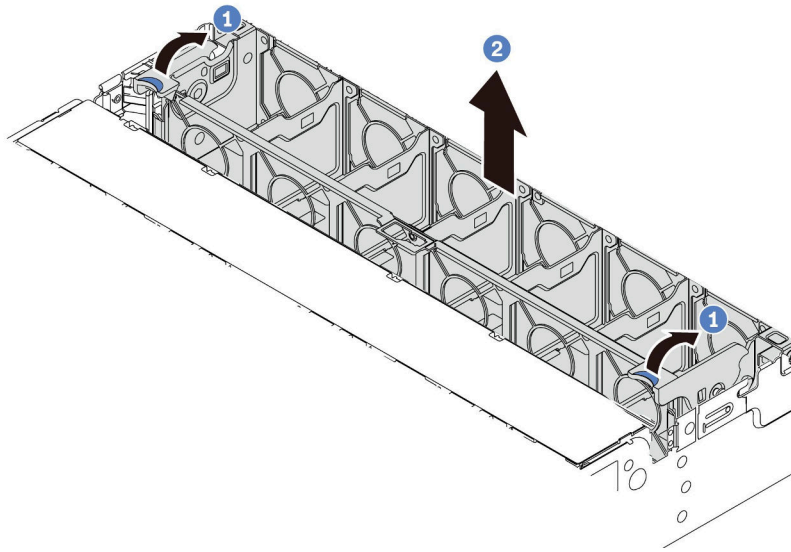
- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차

단계 1. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "[윗면 덮개 제거](#)" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "[내장 케이블 배선](#)" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 2. 시스템 팬 케이지를 제거하십시오.



**그림 56. 시스템 팬 케이지 제거**

- a. 시스템 팬 케이지의 레버를 서버 뒷면으로 돌리십시오.
- b. 시스템 팬 케이지를 똑바로 들어 올려 새시에서 꺼내십시오.

## 완료한 후

구매한 옵션을 설치하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 프로세서-방열판 모듈 설치

이 작업에는 프로세서 및 방열판 설치를 위한 지시 사항이 있습니다. 방열판을 교체하려면, Torx #T20 드라이버가 필요합니다.

### 이 작업 정보

#### 경고:

이 절차를 수행하기 전에 모든 서버 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

#### 주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 방열판은 프로세서의 적절한 온도 조건을 유지하는 데 필요합니다. 방열판을 제거한 상태에서는 서버 전원을 켜지 마십시오.
- 프로세서 소켓 또는 프로세서 접촉면을 만지지 마십시오. 프로세서 소켓 접촉면은 매우 약하고 쉽게 손상됩니다. 프로세서 접촉면에 오염 물질(예: 피부의 지방분)이 있으면 연결 장애가 발생할 수 있습니다.
- 프로세서 또는 방열판의 열전도 그리스가 어느 것보다도 접촉하지 않도록 하십시오. 표면에 접촉하면 열전도 그리스가 손상되어 비효율적입니다. 열전도 그리스는 프로세서 소켓의 전기 커넥터와 같은 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다. 지시할 때까지 방열판에서 윤활유 덮개를 제거하지 마십시오.
- 서버에 지원되는 프로세서 목록은 <https://serverproven.lenovo.com/>의 내용을 참조하십시오. 시스템 보드의 모든 프로세서는 속도, 코어 수 및 주파수가 동일해야 합니다.
- 새 프로세서를 설치하기 전에 시스템 펌웨어를 최신 수준으로 업데이트하십시오. "[펌웨어 업데이트](#)" 242페이지의 내용을 참조하십시오.
- 시스템에 사용할 수 있는 옵션 장치에는 특정 프로세서 요구 사항이 있을 수 있습니다. "[기술 규칙](#)" 22페이지의 내용을 참조하십시오.



## 절차

단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "윗면 덮개 제거" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 3. 프로세서를 설치하십시오.

- a. 프로세서 캐리어를 레일 프레임에 밀어 넣으십시오.
- b. 파란색 래치가 제자리에 잠길 때까지 레일 프레임을 아래로 누르십시오.
- c. 포스 프레임을 닫으십시오.
- d. 포스 프레임에 표시된 설치 순서대로 나사를 조이십시오.

참고: ESD 안전 드라이버를 사용하고 최대 토크 값을  $14.0 \pm 0.5$ 인치 파운드로 설정하십시오.

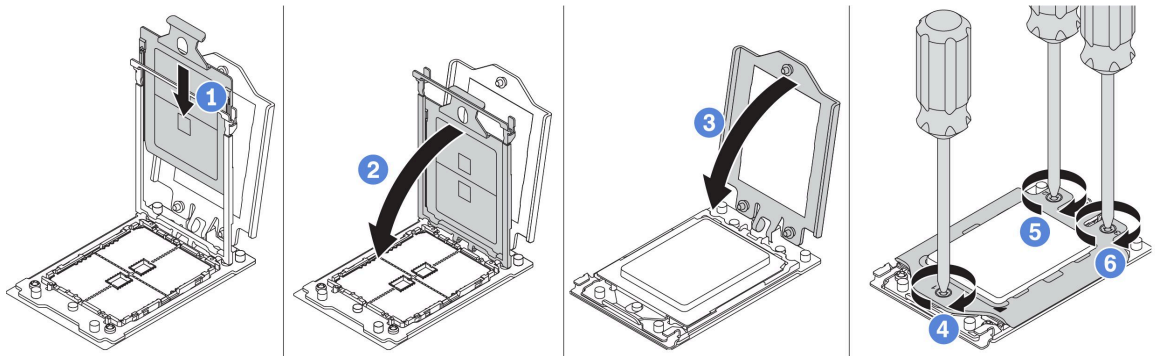


그림 57. 프로세서 설치

단계 4. 표준 또는 성능 방열판을 설치하십시오.

참고: 새 방열판의 경우 방열판에 열전도 그리스가 미리 도포되어 있습니다. 보호 덮개를 제거하고 방열판을 설치하십시오.

참고: ESD 안전 드라이버를 사용하고 최대 토크 값을  $14.0 \pm 0.5$ 인치 파운드로 설정하십시오.

- a. 방열판을 프로세서 플레이트의 나사 구멍에 맞추십시오. 방열판의 고정 나사를 프로세서 플레이트의 나사 구멍에 맞추어야 합니다.
- b. 방열판 레이블에 표시된 설치 순서대로 모든 고정 나사를 조이십시오.
- c. (옵션) 성능 방열판 앞면에 있는 나사 2개를 조이십시오.



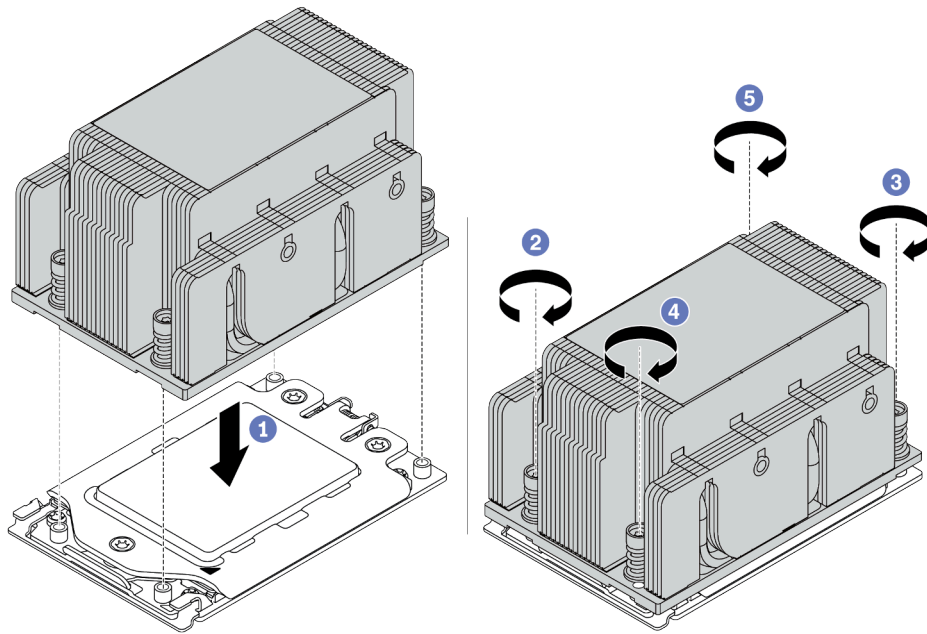


그림 58. 표준 방열판 설치

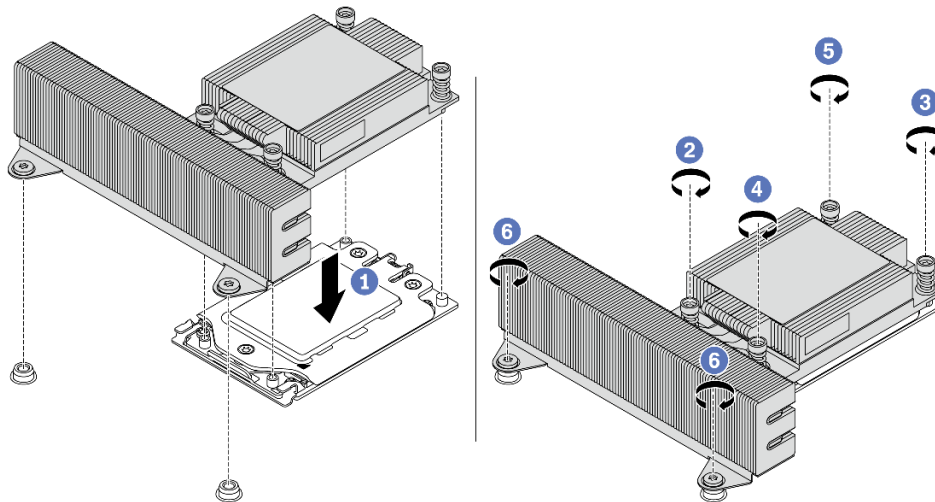


그림 59. 성능 방열판 설치

## 완료한 후

구매한 옵션을 설치하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 메모리 모듈 설치

다음 정보를 사용하여 메모리 모듈을 설치하십시오.

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 메모리 모듈은 정전기 방전에 민감하며 특수 처리가 필요합니다. "[정전기에 민감한 장치 취급](#)" 146페이지의 표준 지침을 참조하십시오.
  - 메모리 모듈을 제거하거나 설치할 때는 항상 정전기 방전 스트랩을 착용하십시오. 정전기 방전 장갑도 사용할 수 있습니다.
  - 메모리 모듈이 서로 닿지 않도록 절대로 두 개 이상의 메모리 모듈을 함께 잡아서 안 됩니다. 보관 중에 메모리 모듈을 서로 겹쳐서 쌓지 마십시오.
  - 금속 메모리 모듈 커넥터 접촉부를 만지거나 이 접촉부가 메모리 모듈 커넥터 하우징 외부에 닿지 않도록 하십시오.
  - 조심스럽게 메모리 모듈을 다루십시오. 메모리 모듈을 구부리거나 비틀거나 떨어뜨리지 마십시오.
  - 딱딱한 금속이 메모리 모듈을 손상시킬 수 있으므로 금속 도구(예: 지그 또는 클램프)를 사용하여 메모리 모듈을 다루지 마십시오.
  - 패키지 또는 패시브 구성 요소를 잡은 상태로 메모리 모듈을 삽입하지 마십시오. 삽입하는 힘이 강해서 패키지가 깨지거나 패시브 구성 요소가 분리될 수 있습니다.

## 절차

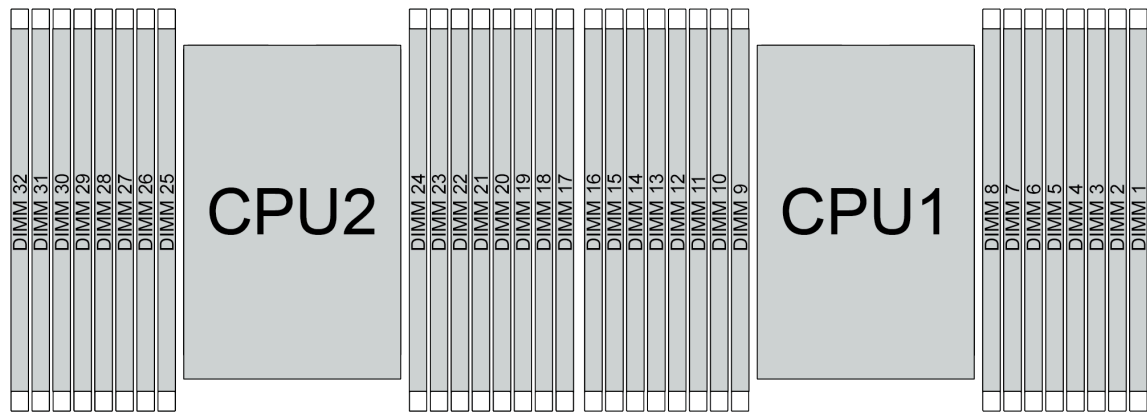
단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "[윗면 덮개 제거](#)" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "[내장 케이블 배선](#)" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 3. 시스템 보드에서 필요한 메모리 모듈 슬롯을 찾으십시오.

참고: "[DIMM 배열 규칙](#)" 24페이지의 설치 규칙 및 순서를 준수하십시오.

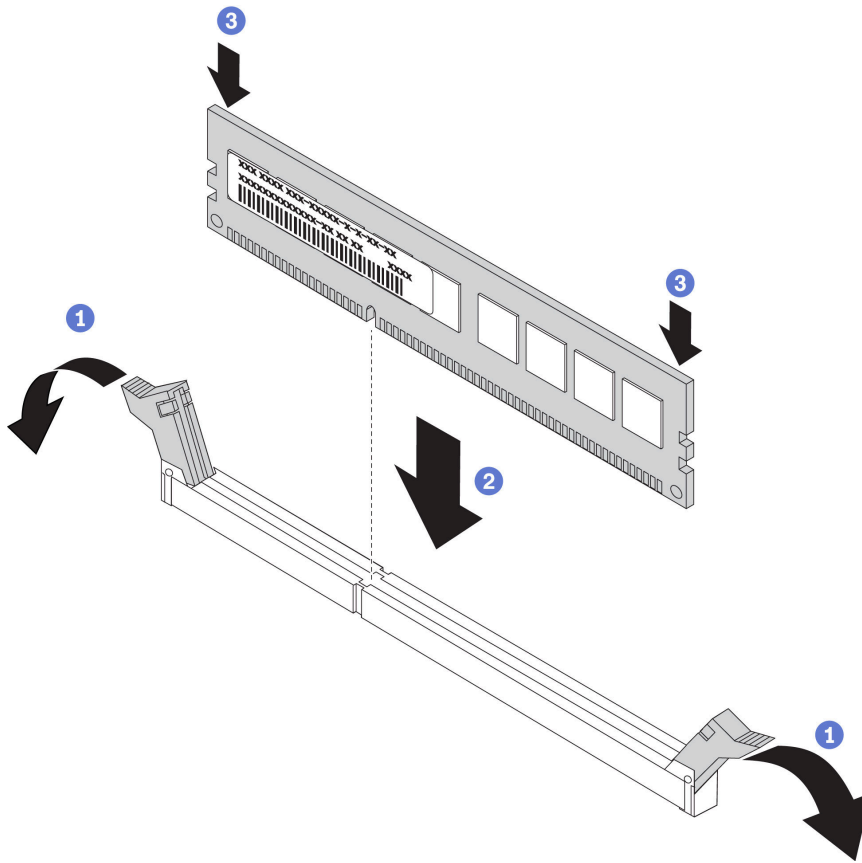


**그림 60. 메모리 모듈 위치**

**표 20. 메모리 슬롯 및 채널 식별**

채널	D-1	D0	C1	C0	B1	B0	A1	A0	E0	E1	F0	F1	G0	G1	H0	H1
슬롯 번호	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

단계 4. 슬롯에 메모리 모듈을 설치하십시오.



**그림 61. 메모리 모듈 설치**

- a. 메모리 모듈 슬롯 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 여십시오.

주의: 고정 클립이 파손되거나 메모리 모듈 슬롯이 손상되지 않도록 하려면 클립을 조심스럽게 열고 닫으십시오.

- b. 메모리 모듈을 슬롯에 맞추고 양손으로 메모리 모듈을 슬롯에 조심스럽게 놓습니다.
- c. 고정 클립이 잠금 위치에 딸각하고 걸릴 때까지 메모리 모듈의 양쪽 끝을 슬롯에 수직으로 단단히 누르십시오.

참고: 메모리 모듈과 고정 클립 사이에 틈이 있으면 메모리 모듈이 올바르게 삽입되지 않은 것입니다. 이 경우 고정 클립을 열고 메모리 모듈을 제거한 다음 다시 삽입하십시오.

#### 데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 백플레인 설치

다음 정보를 사용하여 핫 스왑 드라이브 백플레인을 제거하고 설치하십시오.

이 항목에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- "앞면 2.5인치 드라이브 백플레인 설치" 165페이지
- "중간 또는 뒷면 2.5인치 드라이브 백플레인 설치" 168페이지
- "앞면 3.5인치 드라이브 백플레인 설치" 167페이지
- "중간 또는 뒷면 3.5인치 드라이브 백플레인 설치" 170페이지
- "7mm 드라이브 백플레인 설치" 172페이지

### 앞면 2.5인치 드라이브 백플레인 설치

다음 정보를 사용하여 앞면 2.5인치 드라이브 백플레인을 설치하십시오.

#### 이 작업 정보

이 서버는 SATA/SAS 8베이 백플레인과 AnyBay 8베이 백플레인의 두 가지 유형의 2.5인치 드라이브 앞면 백플레인을 지원합니다. 백플레인 유형과 수량에 따라 백플레인의 설치 위치가 달라집니다.

- 백플레인 1개  
백플레인을 항상 드라이브 베이 0-7에 설치하십시오.
- 백플레인 2개
  - SATA/SAS 8베이 백플레인 2개: 드라이브 베이 0-7 및 드라이브 베이 8-15에 백플레인 2개 설치
  - AnyBay 8베이 백플레인 2개: 드라이브 베이 0-7에 SATA/SAS/NVMe 드라이브를 지원하는 AnyBay 8베이 백플레인 설치, 드라이브 베이 8-15에 퓨어 NVMe 드라이브를 지원하는 AnyBay 백플레인 설치
  - SATA/SAS 8베이 백플레인 1개 및 AnyBay 8베이 백플레인 1개: 드라이브 베이 0-7에 SATA/SAS 백플레인 설치, 드라이브 베이 8-15에 AnyBay 백플레인 설치
- 백플레인 3개
  - SATA/SAS 8베이 백플레인 3개 또는 퓨어 NVMe 드라이브를 지원하는 AnyBay 백플레인 3개: 드라이브 베이 0-7, 드라이브 베이 8-15 및 드라이브 베이 16-23에 백플레인 3개 설치
  - SATA/SAS 8베이 백플레인 1개 및 퓨어 NVMe 드라이브를 지원하는 AnyBay 8베이 백플레인 2개: 드라이브 베이 0-7에 SATA/SAS 8베이 백플레인 설치, 드라이브 베이 8-15 및 드라이브 베이 16-23에 AnyBay 8베이 백플레인 설치
  - AnyBay 8베이 백플레인 1개 및 SATA/SAS 8베이 백플레인 2개: 드라이브 베이 0-7, 드라이브 베이 8-15에 SATA/SAS 8베이 백플레인 설치, 드라이브 베이 16-23에 AnyBay 8베이 백플레인 설치

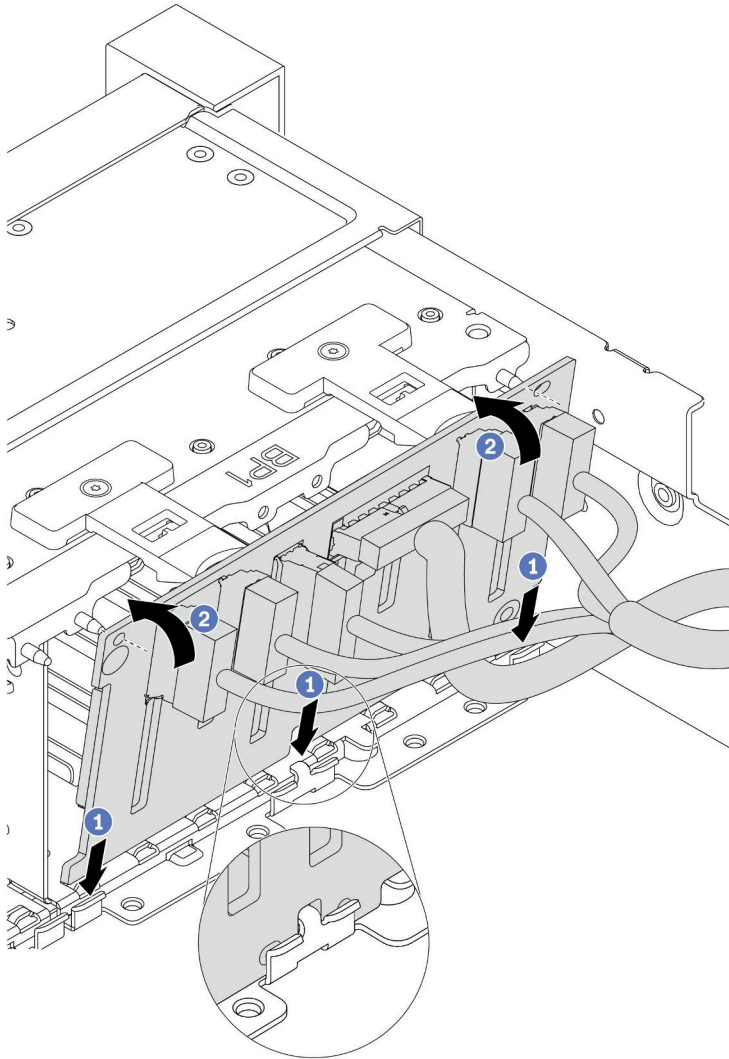
#### 주의:

- 안전하게 작업하려면 "설치 지침" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

#### 절차

- 단계 1. 새 백플레인이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 새 백플레인을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 백플레인에 케이블을 연결하십시오. 다음 "2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인(전원)" 84페이지 및 "2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인(신호)" 89페이지를 확인하십시오.

단계 3. 2.5인치 드라이브 앞면 백플레인을 설치하십시오.




**그림 62. 2.5인치 드라이브 백플레인 설치**

- 새시 아래쪽의 슬롯에 백플레인의 하단부를 맞추십시오.
- 수직 위치로 백플레인을 돌리고 새시의 핀에 백플레인의 구멍을 맞춘 다음 백플레인을 제자리에 눌러 넣으십시오. 해제 탭은 백플레인을 제자리에 고정하는 역할을 합니다.

단계 4. 시스템 보드에 케이블을 연결하십시오. "2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인(전원)" 84페이지 및 "2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인(신호)" 89페이지의 내용을 참조하십시오.

## 완료한 후

- 드라이브 베이에 모든 드라이브와 필터(있을 경우)를 다시 설치하십시오. "핫 스왑 드라이브 설치" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
- 필요한 경우 Lenovo XClarity Provisioning Manager을(를) 사용하여 RAID를 구성하십시오. 자세한 정보는 [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "RAID 설정" 섹션을 참조하십시오.

3. 트라이 모드에서 AnyBay 백플레인과 U.3 NVMe 드라이브를 설치한 경우 XCC 웹 GUI를 통해 백플레인의 선택한 드라이브 슬롯에 U.3 x1 모드를 사용 설정하십시오.
  - a. XCC Web GUI에 로그인하고 왼쪽 탐색 트리에서 스토리지 → 정보를 선택합니다.
  - b. 표시되는 창에서 백플레인 옆에 있는  아이콘을 클릭합니다.
  - c. 표시되는 대화 상자에서 대상 드라이브 슬롯을 선택하고 적용을 클릭합니다.
  - d. 설정을 적용하려면 DC 전원 주기를 껐다가 켵니다.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 앞면 3.5인치 드라이브 백플레인 설치

다음 정보를 사용하여 앞면 3.5인치 드라이브 백플레인을 설치하십시오.

### 이 작업 정보

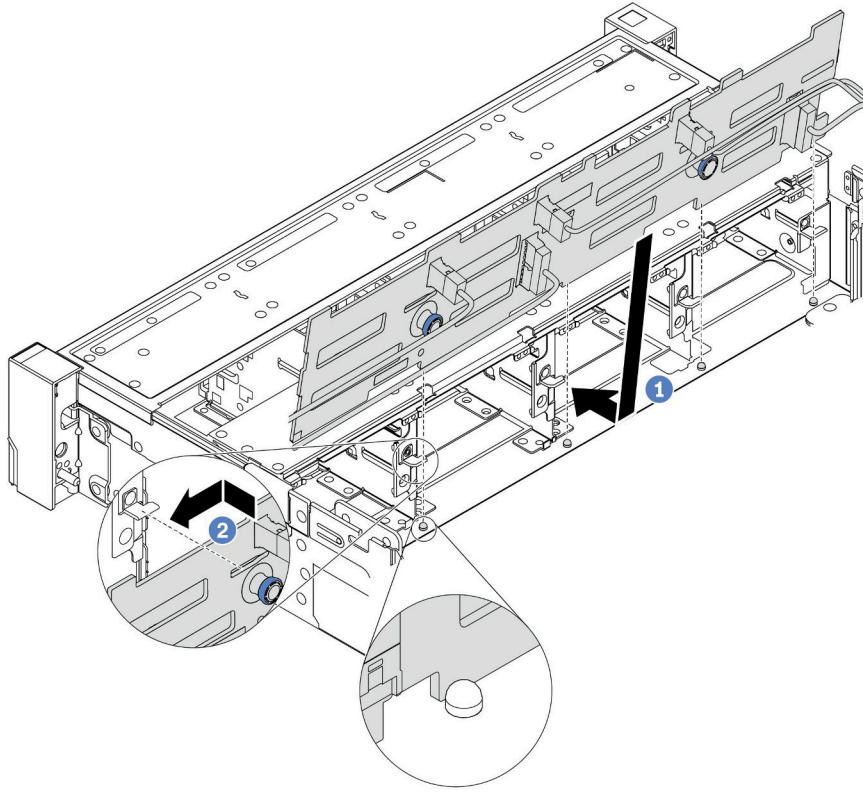
본 서버는 SAS/SATA 12베이 백플레인 1개를 지원합니다.

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차

- 단계 1. 새 백플레인이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 새 백플레인을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 백플레인에 케이블을 연결하십시오. 다음 "[2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인\(전원\)](#)" 84페이지 및 "[2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인\(신호\)](#)" 89페이지를 확인하십시오.
- 단계 3. 3.5인치 드라이브 백플레인을 설치하십시오.



**그림 63. 3.5인치 드라이브 백플레인 설치**

- a. 백플레인을 새시와 맞춘 다음 새시 쪽으로 낮추십시오. 그런 다음 백플레인을 약간 뒤로 젖힌 상태에서 제자리에 넣으십시오.
- b. 수직 방향으로 백플레인을 돌려서 새시의 후크 네 개가 백플레인의 해당하는 구멍을 통과하게 하십시오. 그런 다음, 제자리에 들어가 고정될 때까지 새 백플레인을 부드럽게 미십시오.

단계 4. 시스템 보드에 케이블을 연결하십시오. "2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인(전원)" 84페이지 및 "2.5인치/3.5인치 드라이브 백플레인(신호)" 89페이지의 내용을 참조하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 중간 또는 뒷면 2.5인치 드라이브 백플레인 설치

다음 정보를 사용하여 중간 또는 뒷면 2.5인치 드라이브 백플레인을 설치하십시오.

### 이 작업 정보

이 서버는 다음을 지원합니다.

- 2가지 유형의 중간 2.5인치 드라이브 백플레인
  - 4 x 2.5" SAS/SATA 백플레인
  - 4 x 2.5" NVMe 백플레인
- 3가지 유형의 뒷면 2.5인치 드라이브 백플레인
  - 4 x 2.5" SAS/SATA 백플레인



- 4 x 2.5" NVMe 백플레인
- 8 x 2.5" SAS/SATA 백플레인

**참고:**

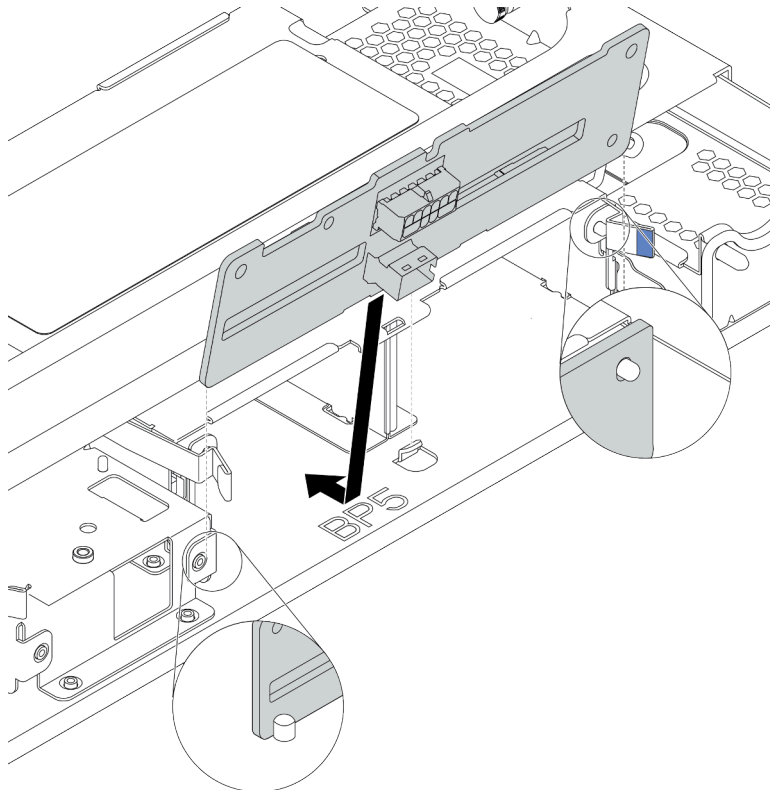
- 이 절차는 뒷면 드라이브 케이지에 백플레인을 설치하는 방법을 보여줍니다. 또한 중간 드라이브 케이지에 백플레인을 설치하는 절차와 동일합니다.

**주의:**

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

**절차**

- 단계 1. 새 백플레인이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 새 백플레인을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 백플레인에 케이블을 연결하십시오.
- 단계 3. 백플레인 하단을 드라이브 케이지 하단의 스톱과 맞추십시오. 백플레인을 세로로 돌려 백플레인의 구멍이 드라이브 케이지의 핀을 통과하도록 맞추고 백플레인을 제자리에 눌러 넣으십시오. 해제 래치는 백플레인을 제자리에 고정하는 역할을 합니다.



**그림 64. 4 x 2.5인치 드라이브 백플레인 설치**

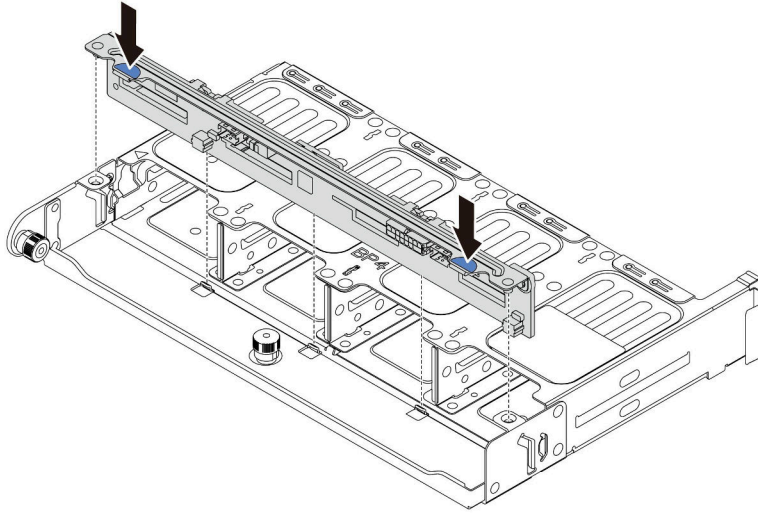


그림 65. 8 x 2.5인치 드라이브 백플레인 설치

## 완료한 후

드라이브 베이에 모든 드라이브와 필러(있을 경우)를 다시 설치하십시오. ["핫 스왑 드라이브 설치" 199페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 중간 또는 뒷면 3.5인치 드라이브 백플레인 설치

다음 정보를 사용하여 중간 또는 뒷면 3.5인치 드라이브 백플레인을 설치하십시오.

### 이 작업 정보

이 서버는 다음을 지원합니다.

- 1가지 유형의 중간 3.5인치 드라이브 백플레인
  - 4 x 3.5" SAS/SATA 백플레인
- 2가지 유형의 뒷면 3.5인치 드라이브 백플레인
  - 2 x 3.5인치 SAS/SATA 백플레인
  - 4 x 3.5" SAS/SATA 백플레인

참고:

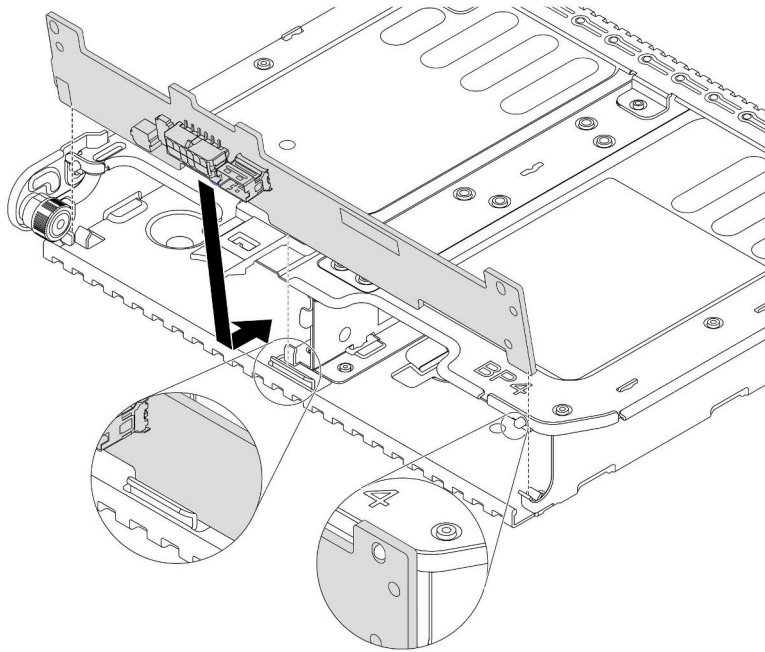
- 이 절차는 뒷면 드라이브 케이지에 백플레인을 설치하는 방법을 보여줍니다. 또한 중간 드라이브 케이지에 백플레인을 설치하는 절차와 동일합니다.

주의:

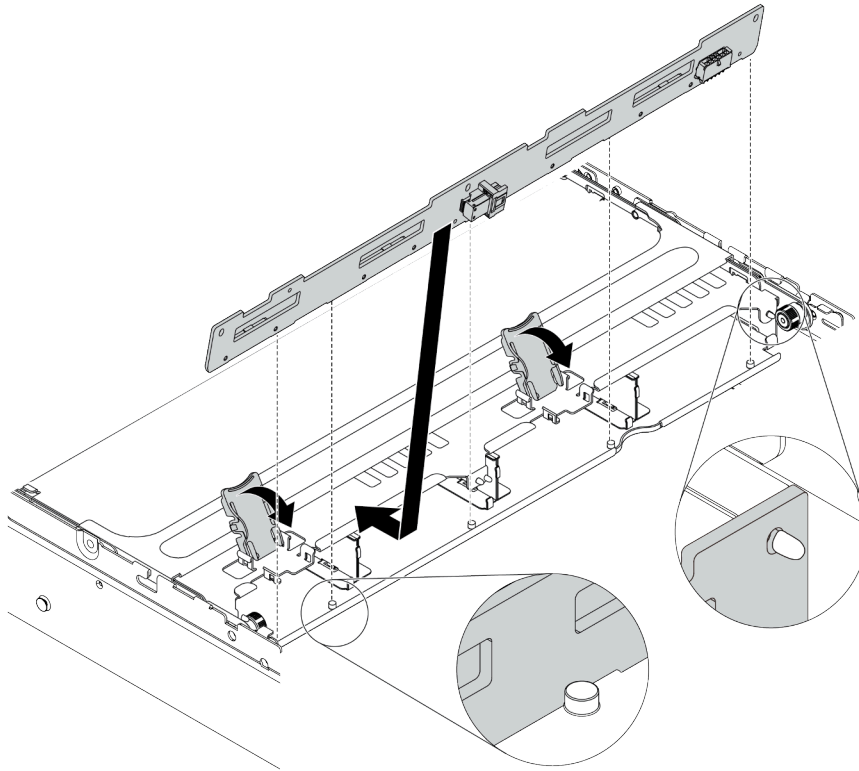
- 안전하게 작업하려면 ["설치 지침" 142페이지](#)부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

## 절차

- 단계 1. 새 백플레인이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 새 백플레인을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 백플레인에 케이블을 연결하십시오.
- 단계 3. 백플레인 하단을 드라이브 케이지 하단의 스테드와 맞추십시오. 백플레인을 세로로 돌려 백플레인의 구멍이 드라이브 케이지의 핀을 통과하도록 맞추고 백플레인을 제자리에 눌러 넣으십시오. 해제 래치는 백플레인을 제자리에 고정하는 역할을 합니다.



**그림 66. 2 x 3.5인치 드라이브 백플레인 설치**



**그림 67. 4 x 3.5인치 드라이브 백플레인 설치**

## 완료한 후

드라이브 베이에 모든 드라이브와 필터(있을 경우)를 다시 설치하십시오. "[핫 스왑 드라이브 설치](#)" [199페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 7mm 드라이브 백플레인 설치

다음 정보를 사용하여 7mm 드라이브 백플레인을 설치하십시오.

### 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" [142페이지](#)부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차

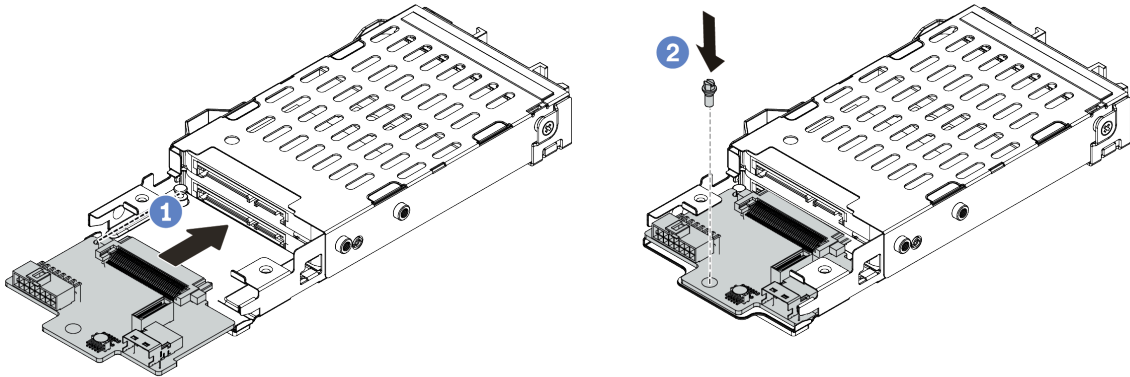
단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.

2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "윗면 덮개 제거" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
  3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
  4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
  5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.
- 단계 3. 백플레인 에 케이블을 연결하십시오. "7mm 드라이브" 81페이지의 내용을 참조하십시오.

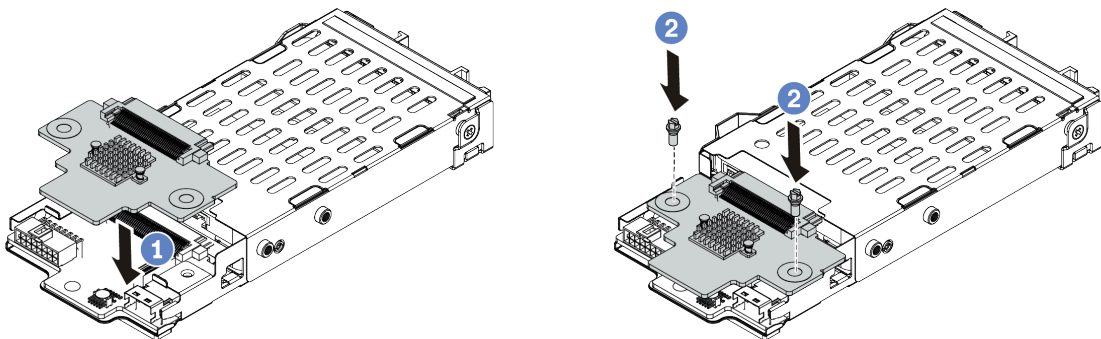
단계 4. 하단에 7mm 드라이브 백플레인을 설치하십시오.



**그림 68. 7mm 드라이브 백플레인 설치(하단)**

- a. 케이스의 핀을 맞추고 완전히 장착될 때까지 백플레인을 케이스에 살짝 밀어 넣으십시오.
- b. 그림과 같이 나사를 설치하십시오.

단계 5. 상단에 7mm 드라이브 백플레인을 설치하십시오.



**그림 69. 7mm 드라이브 백플레인 설치(상단)**

- a. 그림과 같이 백플레인을 케이스에 내려 놓으십시오.
- b. 2개의 나사를 조여 백플레인을 제자리에 고정하십시오.

단계 6. 시스템 보드에 케이블을 연결하십시오. ["7mm 드라이브" 81페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

## 완료한 후

드라이브 베이에 모든 드라이브와 필러(있을 경우)를 다시 설치하십시오.

## 데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 케이블 홀더 설치

이 정보를 사용해서 케이블 홀더 설치하십시오.

### 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차

단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "[윗면 덮개 제거](#)" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "[내장 케이블 배선](#)" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 3. 케이블 홀더 설치

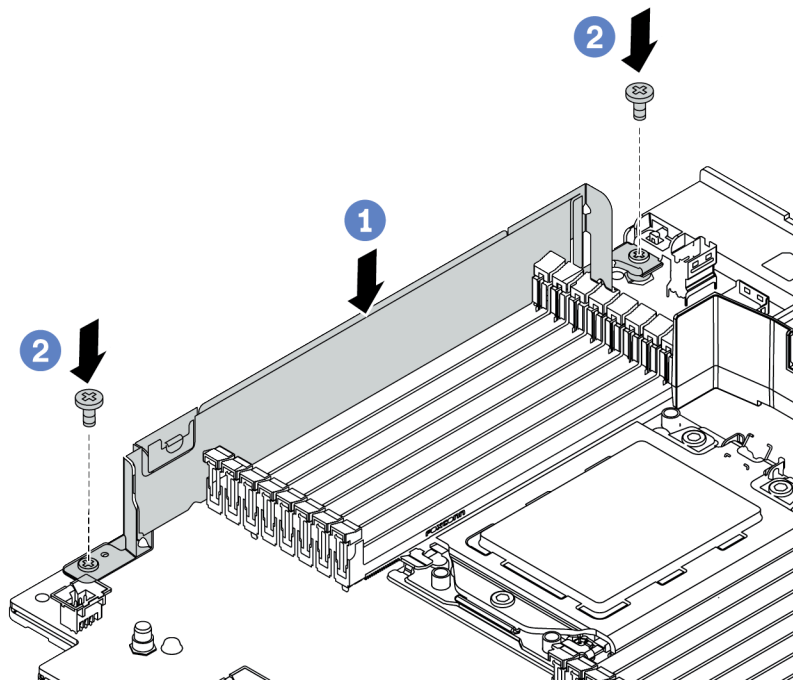


그림 70. 케이블 홀더 설치

- a. 시스템 보드의 두 구멍을 맞추십시오. 그림과 같이 시스템 보드에 홀더를 설치하십시오.
- b. 나사 2개를 조여 홀더를 고정하십시오.

## 완료한 후

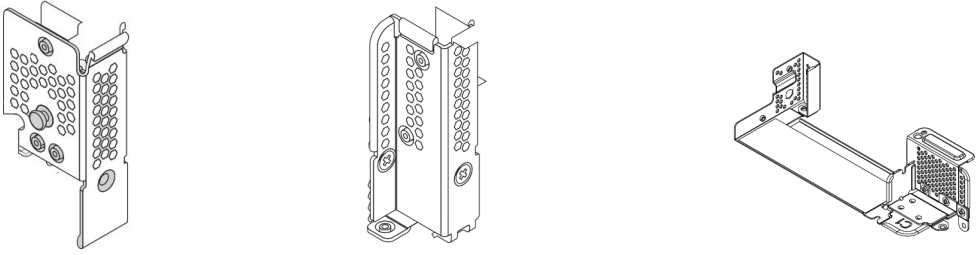
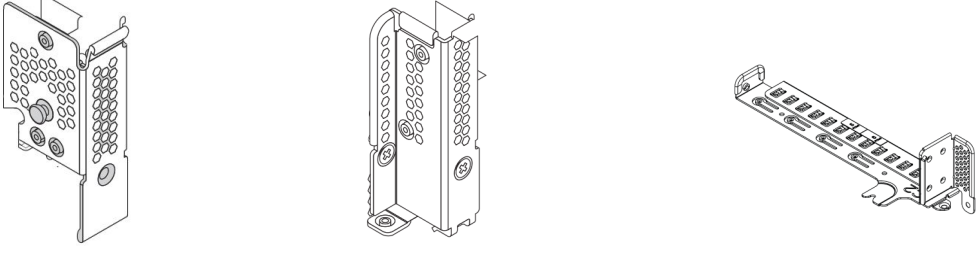
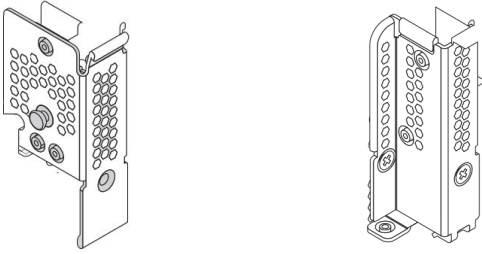
케이블을 연결하십시오. 제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지의 내용을 참조하십시오.

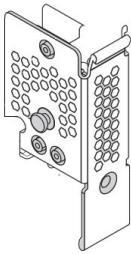
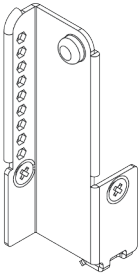


## 뒷면 벽 브래킷 설치

다음 정보를 사용하여 뒷면 벽 브래킷을 제거하고 설치하십시오.

### 뒷면 벽 브래킷 매트릭스

서버 모델	필요한 뒷면 벽 브래킷
PCIe 슬롯 8개가 지원되는 서버 모델	이 서버에는 뒷면 벽 브래킷 3개가 필요합니다.
	<div>A1</div> <div>B1</div> <div>C1</div> 
4 x 2.5인치 뒷면 드라이브가 지원되는 서버 모델	이 서버에는 뒷면 벽 브래킷 3개가 필요합니다.
	<div>A1</div> <div>B1</div> <div>C2</div> 
2 x 3.5인치 뒷면 드라이브가 지원되는 서버 모델	이 서버에는 뒷면 벽 브래킷 2개가 필요합니다.
	<div>A1</div> <div>B1</div> 

서버 모델	필요한 뒷면 벽 브래킷
8 x 2.5인치 뒷면 드라이브가 지원되는 서버 모델	서버는 2 뒷면 벽 브래킷을 필요로 합니다:
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>A1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>B2</p>  </div> </div>
4 x 3.5인치 뒷면 드라이브가 지원되는 서버 모델	이 서버에는 뒷면 벽 브래킷이 필요하지 않습니다.

## A1 뒷면 벽 브래킷(왼쪽) 설치

다음 정보를 사용하여 뒷면 새시 왼쪽에 A1 뒷면 벽을 설치하십시오.

### 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

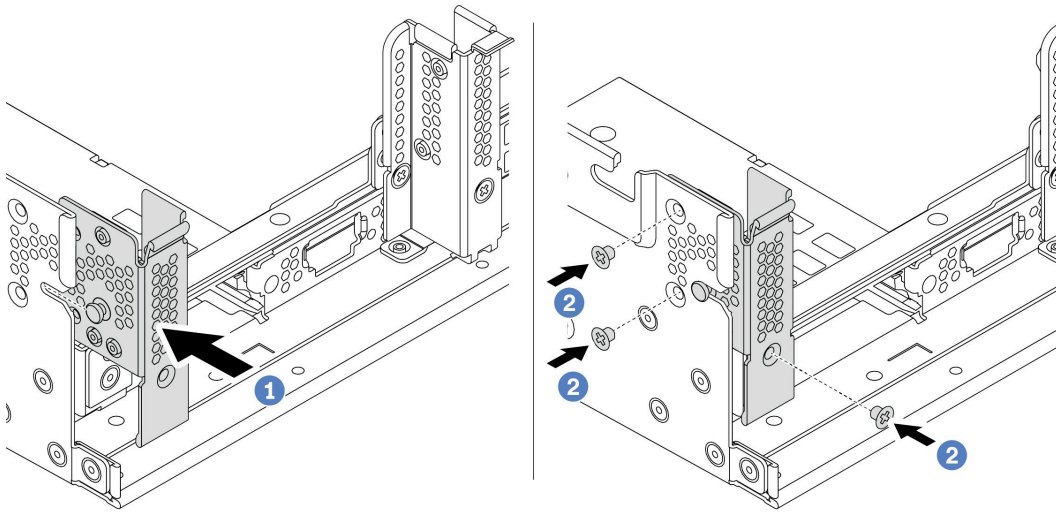
### 절차

단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "[윗면 덮개 제거](#)" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "[내장 케이블 배선](#)" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 3. A1 뒷면 벽 브래킷을 설치하십시오.



**그림 71. A1 뒷면 벽 브래킷 설치**

- 뒷면 벽 브래킷의 핀과 뒷면 새시 왼쪽의 핀 슬롯을 맞추십시오. 그림과 같이 새시에 브래킷을 설치하십시오.
- 나사 3개를 조여 뒷면 벽 브래킷을 고정하십시오.

## 완료한 후

뒷면 드라이브 케이지 또는 라이저 어셈블리를 설치하십시오. 내용을 참조하십시오.

- "4 x 2.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치" 191페이지
- "8 x 2.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치" 192페이지
- "2 x 3.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치" 187페이지
- "4 x 3.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치" 188페이지
- "라이저 1/2 어셈블리 설치" 208페이지

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## B1/B2 뒷면 벽 브래킷(중간) 설치

이 정보를 사용해서 후면 새시 중간에 B1/B2 후면을 설치하십시오.

## 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

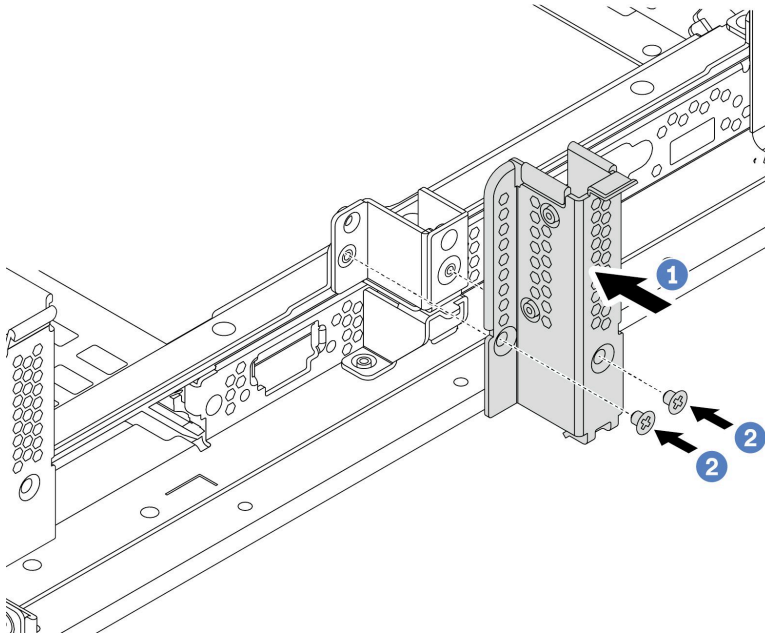
## 절차

- 단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. ["윗면 덮개 제거" 153페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? [제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 3. B1 뒷면 벽 브래킷을 설치하십시오.

**참고:** 그림은 B1 뒷면 벽 브래킷의 설치만을 설명하고 B2 뒷면 벽 브래킷은 같은 방법으로 설치할 수 있습니다.



**그림 72. B1 뒷면 벽 브래킷 설치**

- a. 뒷면 벽 브래킷의 구멍을 새시에 맞추십시오. 그림과 같이 새시에 브래킷을 설치하십시오.
- b. 나사 2개를 조여 뒷면 벽 브래킷을 고정하십시오.

## 완료한 후

뒷면 드라이브 케이지 또는 라이저 어셈블리를 설치하십시오. 내용을 참조하십시오.

- ["4 x 2.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치" 191페이지](#)
- ["2 x 3.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치" 187페이지](#)
- ["라이저 1/2 어셈블리 설치" 208페이지](#)

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## C1/C2 후면 브라켓(오른쪽) 설치

이 정보를 사용해서 오른쪽 후면 새시에 C1/C2 후면을 설치하십시오.

## 이 작업 정보

### 주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차

단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "[윗면 덮개 제거](#)" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "[내장 케이블 배선](#)" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 3. C1 뒷면 벽 브래킷을 설치하십시오.

참고: 그림은 C1 뒷면 벽 브래킷의 설치만을 설명하고 C2 뒷면 벽 브래킷은 같은 방법으로 설치할 수 있습니다.

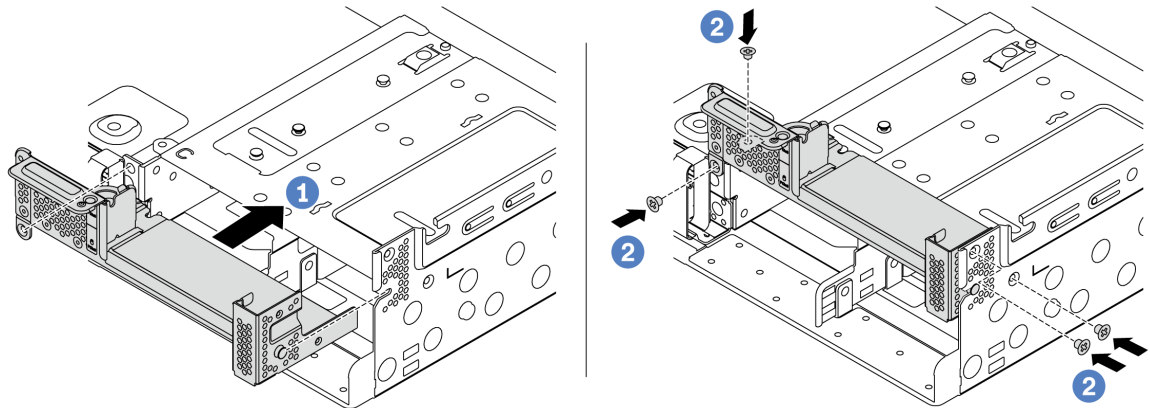


그림 73. C1 뒷면 벽 브래킷 설치

- a. 뒷면 벽 브래킷의 핀과 뒷면 새시 오른쪽의 핀 슬롯을 맞추십시오. 그림과 같이 새시에 브래킷을 설치하십시오.
- b. 나사 4개를 조여 뒷면 벽 브래킷을 고정하십시오.

### 완료한 후

뒷면 드라이브 케이지 또는 라이저 어셈블리를 설치하십시오. 내용을 참조하십시오.

- "[4 x 2.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치](#)" 191페이지
- "[라이저 1/2 어셈블리 설치](#)" 208페이지

데모 비디오

YouTube에서 절차 시청하기

## 뒷면/중간 드라이브 케이지 설치

다음 정보를 사용하여 핫 스왑 드라이브 백플레인을 제거하고 설치하십시오.

이 항목에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- "2.5인치 중간 드라이브 케이지 설치" 183페이지
- "3.5인치 중간 드라이브 케이지 설치" 185페이지
- "2 x 3.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치" 187페이지
- "4 x 3.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치" 188페이지
- "4 x 2.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치" 191페이지
- "8 x 2.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치" 192페이지
- "7mm 드라이브 케이지 설치(3슬롯)" 194페이지
- "7mm 드라이브 케이지 설치(1슬롯)" 196페이지

## 2.5인치 중간 드라이브 케이지 설치

다음 정보를 사용하여 중간 2.5인치 드라이브 베이를 설치하십시오.

### 이 작업 정보

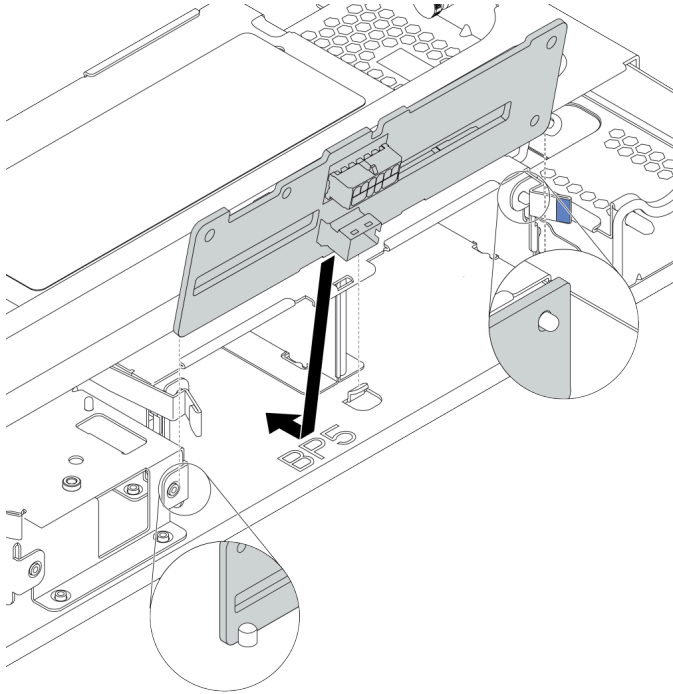
중간 드라이브 케이지는 특정 조건의 일부 서버 모델에서 지원됩니다. 자세한 정보는 "[기술 규칙](#)" 22페이지의 내용을 참조하십시오.

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

## 절차

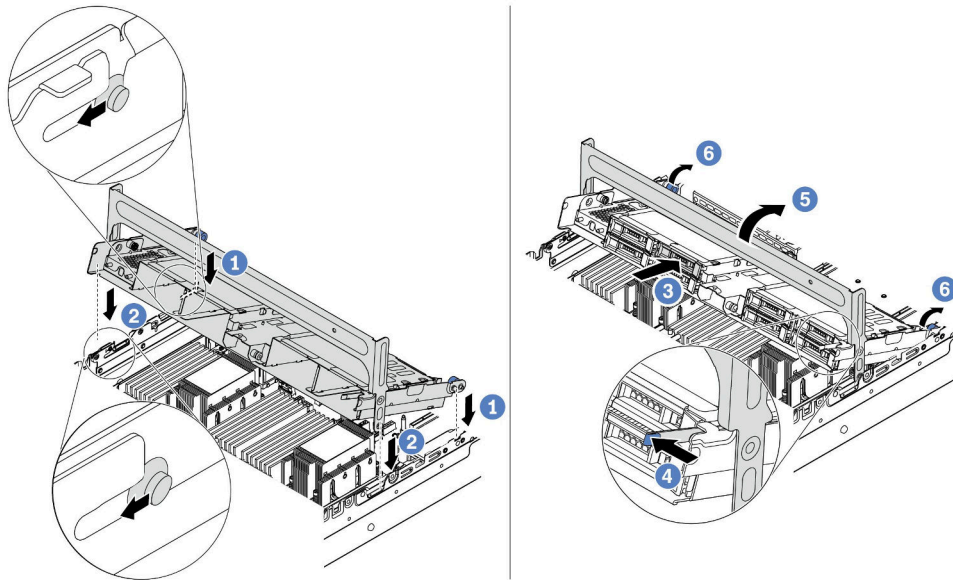
- 단계 1. 백플레인에 케이블을 연결하십시오.
- 단계 2. 백플레인 하단을 드라이브 케이지 하단의 스테드와 맞추십시오. 백플레인을 세로로 돌려 백플레인의 구멍이 드라이브 케이지의 핀을 통과하도록 맞추고 백플레인을 제자리에 눌러 넣으십시오. 해제 래치는 백플레인을 제자리에 고정하는 역할을 합니다.



**그림 74. 백플레인 설치**



단계 3. 새시에 중간 드라이브 케이스를 설치하고 드라이브 베이에 드라이브를 설치하십시오. 그런 다음 손잡이를 닫으십시오.



**그림 75. 중간 2.5인치 드라이브 케이스 및 드라이브 설치**

1. 뒷면 핀을 새시 슬롯에 넣으십시오.
2. 드라이브 케이스의 앞면을 아래로 돌려 제자리에 넣으십시오.
3. 중간 드라이브 케이스에 드라이브를 설치하십시오. ["핫 스왑 드라이브 설치" 199페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
4. 그림과 같이 래치를 누르십시오.
5. 손잡이를 돌려 닫으십시오.

## 완료한 후

백플레인에서 RAID/HBA 어댑터로 케이블을 연결하십시오. [제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 3.5인치 중간 드라이브 케이스 설치

다음 정보를 사용하여 중간 3.5인치 드라이브 케이스를 설치하십시오.

## 이 작업 정보

중간 드라이브 케이스는 특정 조건의 일부 서버 모델에서 지원됩니다. 자세한 정보는 ["기술 규척" 22페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

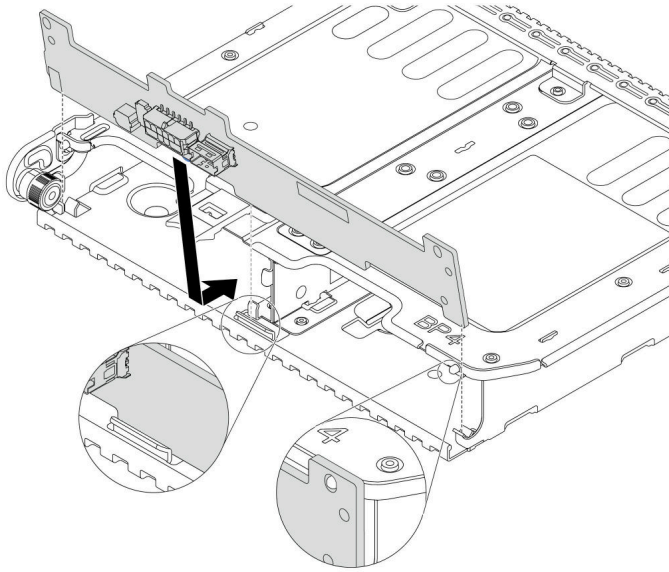
주의:

- 안전하게 작업하려면 ["설치 지침" 142페이지](#)부터 읽으십시오.

- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

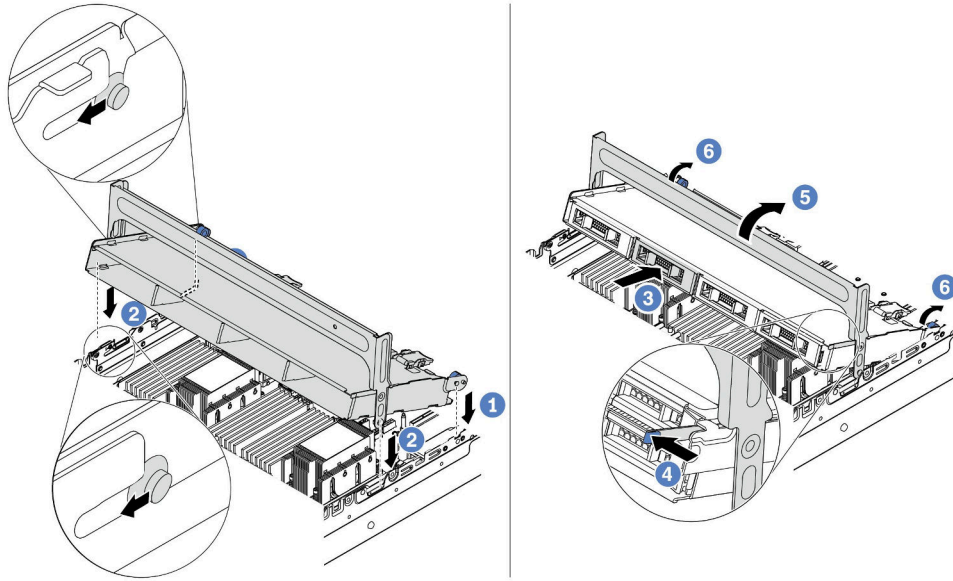
## 절차

- 단계 1. 백플레인에 케이블을 연결하십시오.
- 단계 2. 백플레인 하단을 드라이브 케이지 하단의 스테드와 맞추십시오. 백플레인을 세로로 돌려 백플레인의 구멍이 드라이브 케이지의 핀을 통과하도록 맞추고 백플레인을 제자리에 눌러 넣으십시오. 해제 래치는 백플레인을 제자리에 고정하는 역할을 합니다.



**그림 76. 백플레인 설치**

- 단계 3. 새시에 중간 드라이브 케이지를 설치하고 드라이브 베이에 드라이브를 설치하십시오. 그런 다음 손잡이를 닫으십시오.



**그림 77. 중간 3.5인치 드라이브 케이지 및 드라이브 설치**

1. 뒷면 핀을 새시 슬롯에 넣으십시오.
2. 드라이브 케이지의 앞면을 아래로 돌려 제자리에 넣으십시오.
3. 중간 드라이브 케이지에 드라이브를 설치하십시오. ["핫 스왑 드라이브 설치" 199페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
4. 그림과 같이 래치를 누르십시오.
5. 손잡이를 돌려 닫으십시오.

## 완료한 후

백플레인에서 RAID/HBA 어댑터로 케이블을 연결하십시오. [제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 2 x 3.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치

다음 정보를 사용하여 2 x 3.5인치 드라이브 후면 케이지를 설치하십시오.

## 이 작업 정보

드라이브 후면 케이지는 특정 조건의 일부 서버 모델에서 지원됩니다. 자세한 정보는 ["기술 규칙" 22페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

주의:

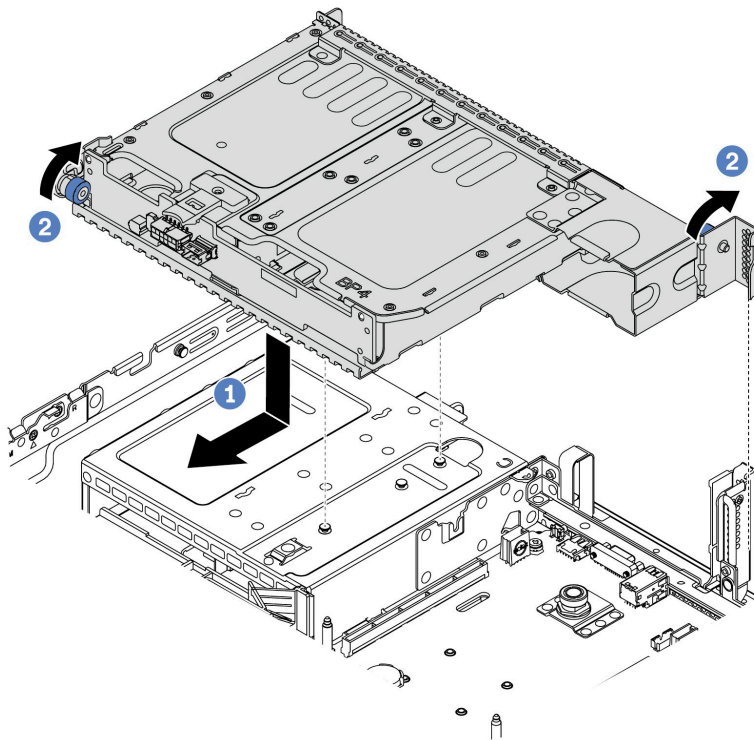
- 안전하게 작업하려면 ["설치 지침" 142페이지](#)부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

## 절차

단계 1. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. ["윗면 덮개 제거" 153페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? [제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 2. 2 x 3.5인치 드라이브 후면 케이스를 설치하십시오.



**그림 78. 2 x 3.5인치 드라이브 후면 케이스 설치**

1. 드라이브 후면 케이스를 새시에 맞춘 다음 드라이브 케이스를 새시 쪽으로 내리십시오. 드라이브 후면 케이스가 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 앞으로 움직이십시오.
2. 파란색 플런저를 비틀고 풀어 드라이브 케이스를 고정하십시오.

단계 3. 파란색 플런저가 제자리에 잠겨 드라이브 후면 케이스를 고정하는지 확인하십시오.

## 완료한 후

1. 드라이브 또는 드라이브 필러를 뒷면 드라이브 케이스에 설치하십시오. ["핫 스왑 드라이브 설치" 199페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
2. 드라이브 후면 백플레인 에 케이블을 연결하십시오. [제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

## 4 x 3.5인치 뒷면 드라이브 케이스 설치

다음 정보를 사용하여 4 x 3.5인치 뒷면 드라이브 케이스를 설치하십시오.

## 이 작업 정보

드라이브 후면 케이스는 특정 조건의 일부 서버 모델에서 지원됩니다. 자세한 정보는 "[기술 규칙](#)" 22페이지의 내용을 참조하십시오.

### 주의:

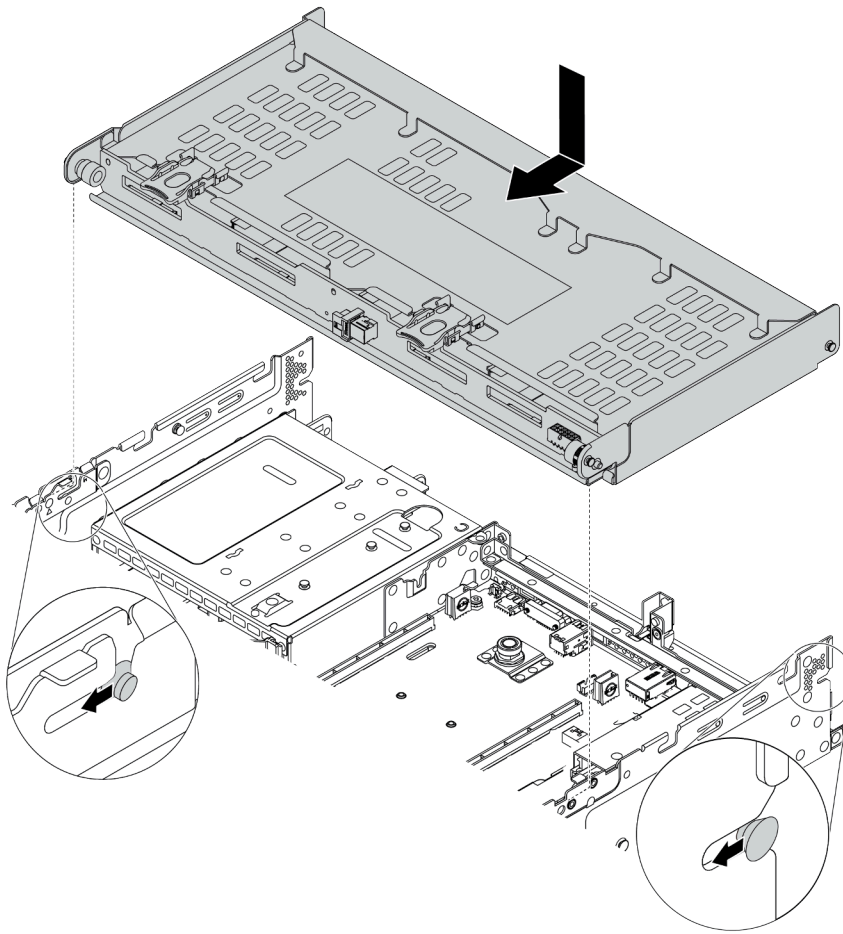
- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

## 절차

단계 1. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "[윗면 덮개 제거](#)" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "[내장 케이블 배선](#)" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 2. 드라이브 후면 케이스를 새시에 맞춘 다음 드라이브 케이스를 새시 쪽으로 내리십시오. 드라이브 후면 케이스가 딸깍하고 제자리에 들어갈 때까지 앞으로 움직이십시오.



**그림 79. 4 x 3.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치**

- 단계 3. 파란색 플런저가 제자리에 잠겨 드라이브 후면 케이지를 고정하는지 확인하십시오.
- 단계 4. 상단 덮개 지원 브라켓을 설치하십시오.

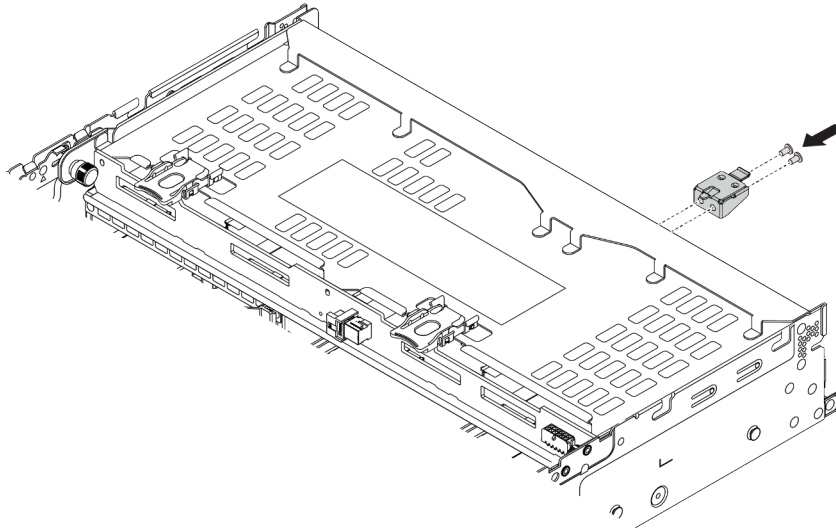


그림 80. 상단 덮개 지원 브라켓 설치

## 완료한 후

1. 드라이브 또는 드라이브 필러를 뒷면 드라이브 케이지에 설치하십시오. "[핫 스왑 드라이브 설치](#)" [199페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
2. 드라이브 후면 케이지에 케이블을 연결하십시오. [제 3 장 "내장 케이블 배선"](#) [73페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

## 데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 4 x 2.5인치 뒷면 드라이브 케이지 설치

다음 정보를 사용하여 4 x 2.5인치 드라이브 후면 케이지를 설치하십시오.

## 이 작업 정보

드라이브 후면 케이지는 특정 조건의 일부 서버 모델에서 지원됩니다. 자세한 정보는 "[기술 규칙](#)" [22페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

### 주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" [142페이지](#)부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

## 절차

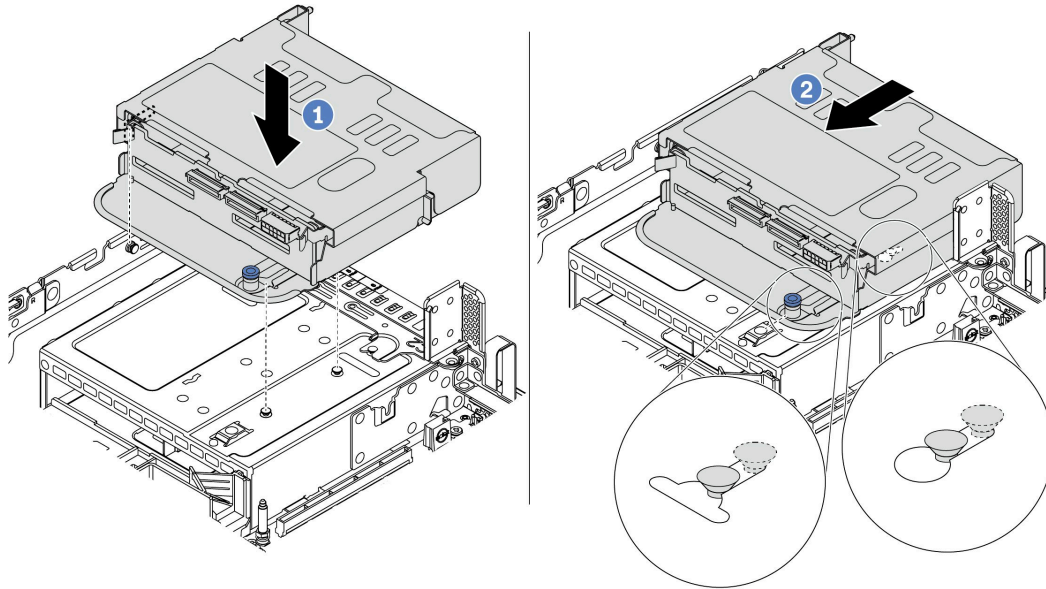
단계 1. 서버를 준비하십시오.

1. 필요한 성능 시스템 팬을 설치하십시오. "[시스템 팬 설치](#)" [227페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
2. 필요한 라이저 브래킷을 설치하십시오. 내용을 참조하십시오.
  - "[라이저 1/2 어셈블리 설치](#)" [208페이지](#)
  - "[라이저 3 어셈블리 설치](#)" [211페이지](#)



3. 드라이브 케이스에 백플레인을 설치하십시오. "[중간 또는 뒷면 2.5인치 드라이브 백플레인 설치](#)" 168페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 해당되지 않는 뒷면 벽 브래킷(있는 경우)을 제거하고 4 x 2.5인치 뒷면 드라이브 케이스 설치에 필요한 뒷면 벽 브래킷을 설치하십시오.
  - [유지보수 기술 문서의 "뒷면 벽 브래킷 교체"](#)에서 뒷면 벽 브래킷 조합 매트릭스를 참조하십시오.
  - "[C1/C2 후면 브라켓\(오른쪽\) 설치](#)" 180페이지

단계 2. 4 x 2.5인치 드라이브 후면 케이스를 설치하십시오.



**그림 81. 4 x 2.5인치 드라이브 후면 케이스 설치**

1. 드라이브 후면 케이스를 새시에 맞춘 다음 드라이브 케이스를 새시 쪽으로 내리십시오.
2. 드라이브 후면 케이스가 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 앞으로 움직이십시오.

단계 3. 플런저가 제자리에 잠겨 드라이브 후면 케이스를 고정하는지 확인하십시오.

## 완료한 후

1. 드라이브 또는 드라이브 필터를 드라이브 후면 케이스에 다시 설치하십시오. "[핫 스왑 드라이브 설치](#)" 199페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 드라이브 후면 케이스에 케이블을 연결하십시오. [제 3 장 "내장 케이블 배선"](#) 73페이지의 내용을 참조하십시오.

## 8 x 2.5인치 뒷면 드라이브 케이스 설치

다음 정보를 사용하여 8 x 2.5인치 드라이브 후면 케이스를 설치하십시오.

## 이 작업 정보

드라이브 후면 케이스는 특정 조건의 일부 서버 모델에서 지원됩니다. 자세한 정보는 "[기술 규칙](#)" 22페이지의 내용을 참조하십시오.

주의:



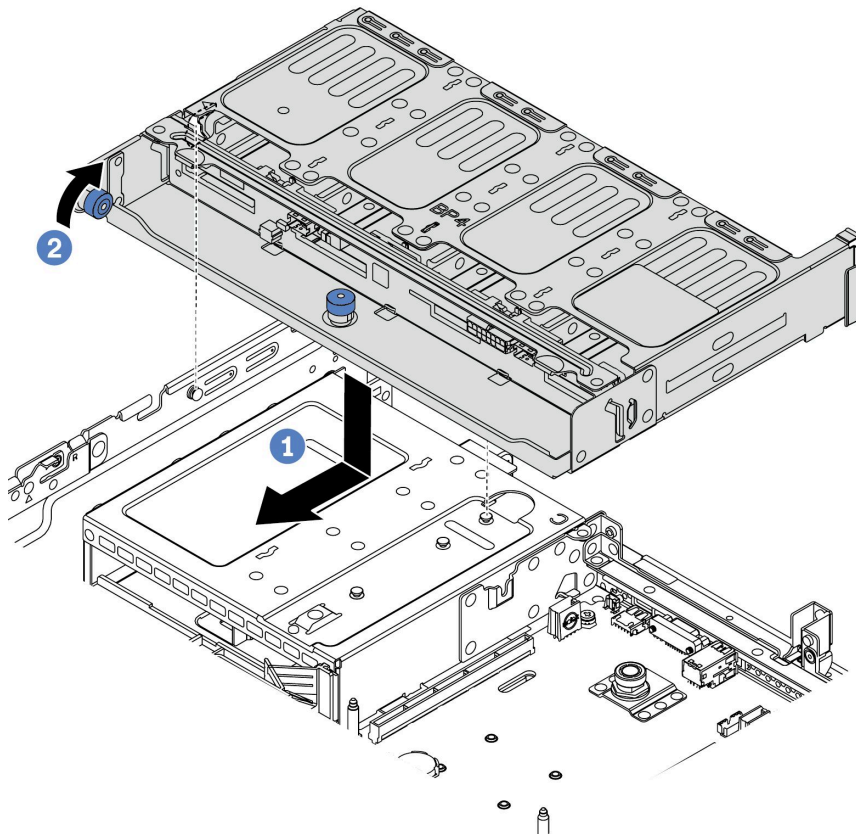
- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

## 절차

단계 1. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "[윗면 덮개 제거](#)" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "[내장 케이블 배선](#)" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 2. 8 x 2.5인치 드라이브 후면 케이스를 설치하십시오.



**그림 82. 8 x 2.5인치 드라이브 후면 케이스 설치**

1. 드라이브 후면 케이스를 새시에 맞춘 다음 드라이브 케이스를 새시 쪽으로 내리십시오. 드라이브 후면 케이스가 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 앞으로 움직이십시오.
2. 파란색 플런저를 비틀면서 아래로 내려 놓으십시오.

## 완료한 후

1. 드라이브 또는 드라이브 필러를 뒷면 드라이브 케이스에 설치하십시오. "[핫 스왑 드라이브 설치](#)" 199페이지의 내용을 참조하십시오.

2. 드라이브 후면 케이스에 케이블을 연결하십시오. 제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지의 내용을 참조하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 7mm 드라이브 케이스 설치(3슬롯)

다음 정보를 사용하여 7mm 드라이브 케이스(전체 높이 슬롯 2개 + 7mm 케이스 1 개)를 설치하십시오.

### 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "설치 지침" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차

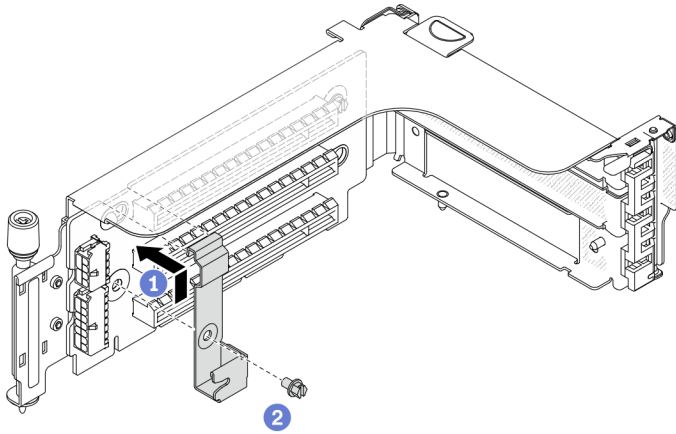
단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "윗면 덮개 제거" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

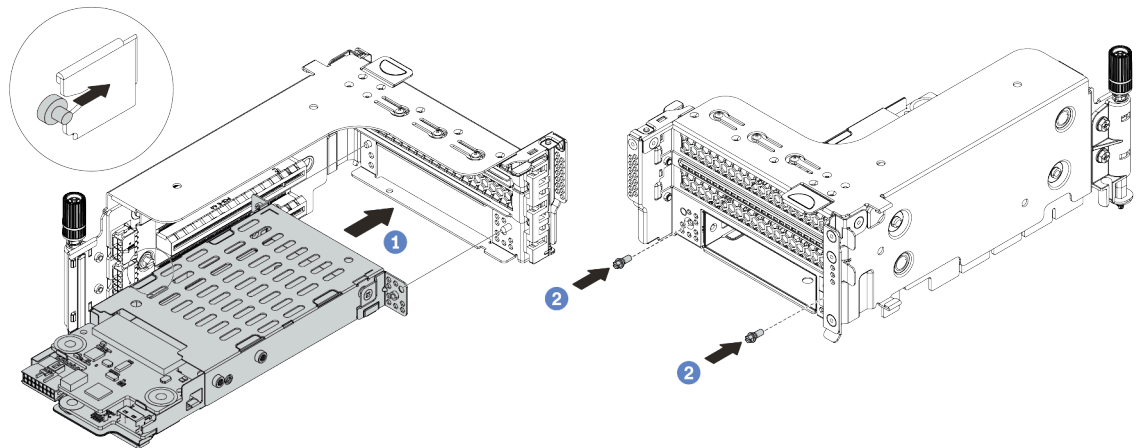
단계 3. 7mm 드라이브 케이스에 2 7mm 백플레인을 설치하십시오.

단계 4. 고정 클립을 라이저 케이스의 라이저 어댑터 위에 거십시오.



**그림 83. 7mm 드라이브 케이스 고정 클립 설치**

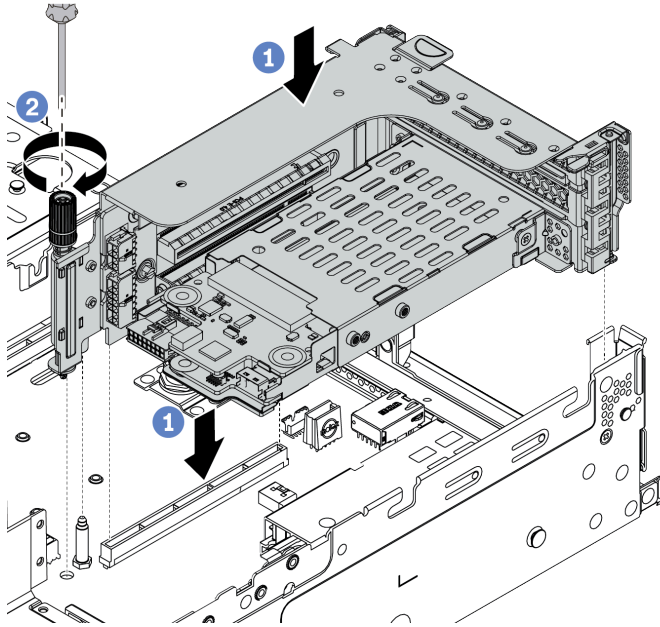
단계 5. 라이저 케이스에 7mm 드라이브 케이스를 설치하십시오.



**그림 84. 7mm 드라이브 케이스 설치**

- a. 7mm 드라이브 케이스의 왼쪽 핀을 고정 클립의 포지셔닝 슬롯에 맞추고, 7mm 드라이브 케이스의 측면 브래킷에 있는 2개의 구멍을 라이저 케이스 앞면에 있는 2개의 구멍에 맞추십시오.
- b. 나사 2개를 조여 7mm 드라이브 케이스를 제자리에 고정하십시오.

단계 6. 시스템 보드에 7mm 드라이브 어셈블리를 설치하십시오.



**그림 85. 7mm 드라이브 케이지 설치**

단계 7. 7mm 드라이브 백플레인의 케이블을 연결하십시오. ["7mm 드라이브" 81페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

## 완료한 후

드라이브 베이에 모든 드라이브와 필러(있는 경우)를 설치하십시오. ["핫 스왑 드라이브 설치" 199페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 7mm 드라이브 케이지 설치(1슬롯)

다음 정보를 사용하여 7mm 드라이브 케이지(7mm 케이지 1개)를 설치하십시오.

## 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 ["설치 지침" 142페이지](#)부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

## 절차

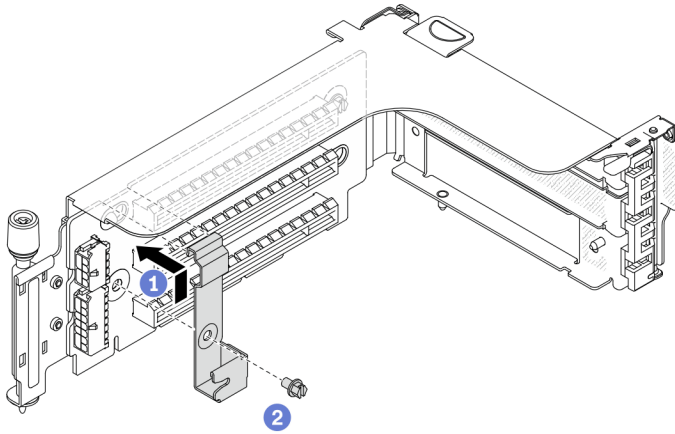
단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. ["윗면 덮개 제거" 153페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

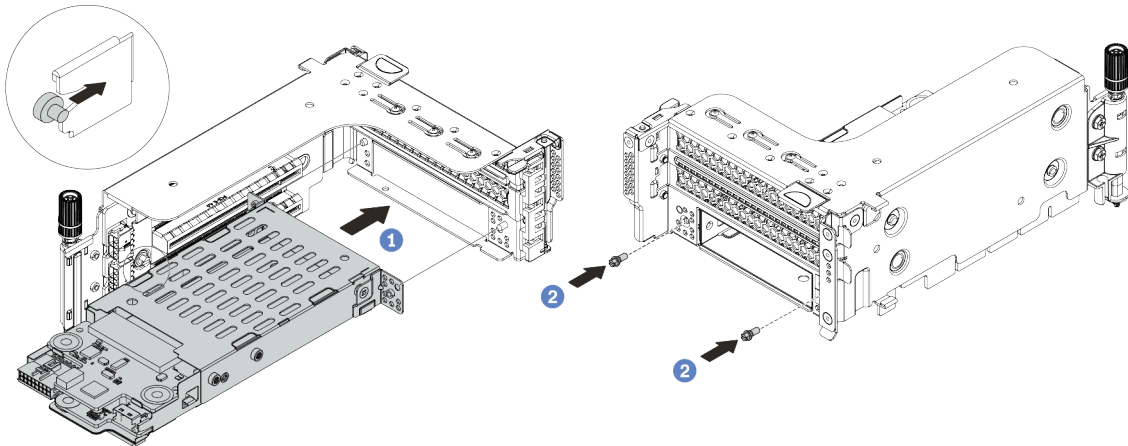
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
  4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
  5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.
- 단계 3. 7mm 드라이브 케이스에 2 7mm 백플레인을 설치하십시오.

단계 4. 고정 클립을 라이저 케이스의 라이저 어댑터 위에 거십시오.



**그림 86. 7mm 드라이브 케이스 고정 클립 설치**

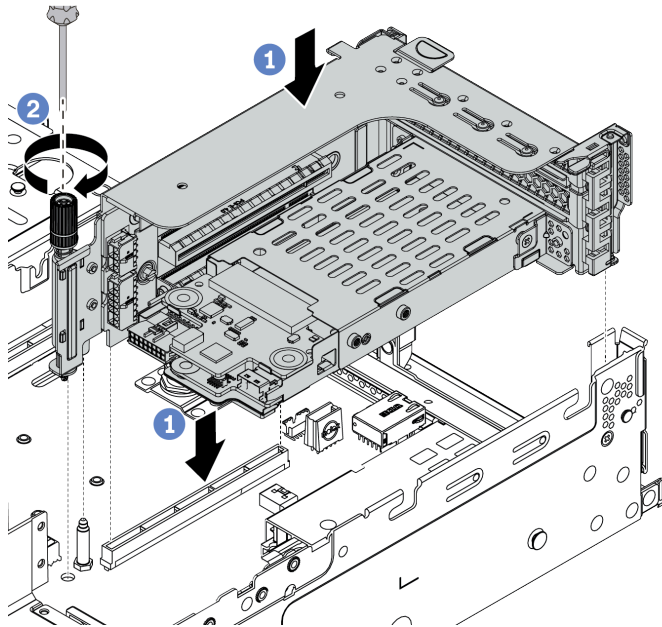
단계 5. 라이저 케이스에 7mm 드라이브 케이스를 설치하십시오.



**그림 87. 7mm 드라이브 케이스 설치**

- a. 7mm 드라이브 케이스의 왼쪽 핀을 고정 클립의 포지셔닝 슬롯에 맞추고, 7mm 드라이브 케이스의 측면 브래킷에 있는 2개의 구멍을 라이저 케이스 앞면에 있는 2개의 구멍에 맞추십시오.
- b. 나사 2개를 조여 7mm 드라이브 케이스를 제자리에 고정하십시오.

단계 6. 시스템 보드에 7mm 드라이브 어셈블리를 설치하십시오.



**그림 88. 7mm 드라이브 케이지 설치**

단계 7. 7mm 드라이브 백플레인의 케이블을 연결하십시오. "7mm 드라이브" 81페이지의 내용을 참조하십시오.

## 완료한 후

드라이브 베이에 모든 드라이브와 필러(있는 경우)를 설치하십시오. "핫 스왑 드라이브 설치" 199페이지의 내용을 참조하십시오.

## 핫 스왑 드라이브 설치

다음 정보를 사용하여 핫 스왑 드라이브를 설치하십시오.

### 이 작업 정보

주의:

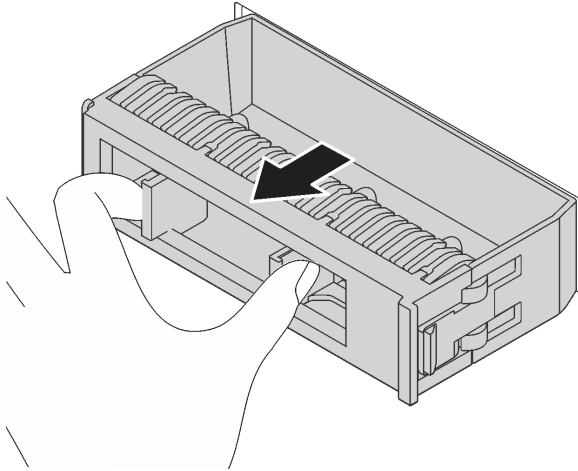
- 안전하게 작업하려면 "설치 지침" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차

단계 1. 드라이브가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 드라이브를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

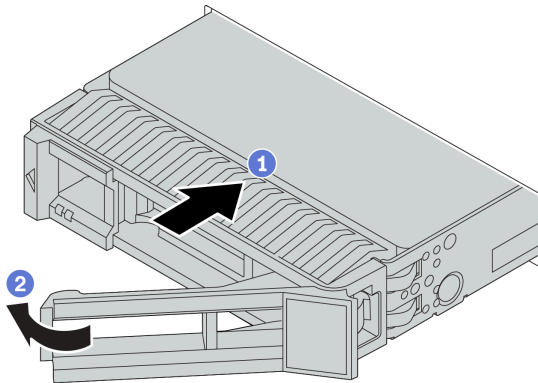
참고: 드라이브 설치가 "기술 규칙" 22페이지의 조건을 충족하는지 확인하십시오.

단계 2. 드라이브 베이에서 드라이브 필러를 제거한 후 드라이브 필러를 안전한 곳에 보관하십시오.



**그림 89. 드라이브 필러 제거**

단계 3. 드라이브 베이에 드라이브를 설치하십시오.



**그림 90. 핫 스왑 드라이브 설치**

- a. 드라이브 트레이 손잡이가 열림 위치에 있는지 확인하십시오. 찰칵 소리가 날 때까지 드라이브 베이에 드라이브를 부드럽게 밀어 넣으십시오.
- b. 드라이브 트레이 손잡이를 닫아 드라이브를 제 위치에 고정하십시오.

단계 4. 드라이브 상태 LED를 확인하여 드라이브가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.


- a. 노란색 드라이브 상태 LED가 계속 켜져 있으면 해당 드라이브에 결함이 있으므로 교체해야 합니다.
- b. 녹색 드라이브 활동 LED가 깜박이면 드라이브가 사용 중입니다.

단계 5. 필요한 경우 계속해서 추가 핫 스왑 드라이브를 설치하십시오.

## 완료한 후

1. 필요한 경우 Lenovo XClarity Provisioning Manager을(를) 사용하여 RAID를 구성하십시오. 자세한 정보는 [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "RAID 설정" 섹션을 참조하십시오.



2. 트라이 모드에서 2.5인치 AnyBay 8베이 백플레인에 U.3 NVMe 드라이브를 설치한 경우 XCC 웹 GUI를 통해 백플레인의 선택한 드라이브 슬롯에 U.3 x1 모드를 사용 설정하십시오.
  - a. XCC Web GUI에 로그인하고 왼쪽 탐색 트리에서 스토리지 → 정보를 선택합니다.
  - b. 표시되는 창에서 백플레인 옆에 있는  아이콘을 클릭합니다.
  - c. 표시되는 대화 상자에서 대상 드라이브 슬롯을 선택하고 적용을 클릭합니다.
  - d. 설정을 적용하려면 DC 전원 주기를 껐다가 켜니다.

#### 데모 비디오

[YouTube에서 2.5인치 핫 스왑 드라이브 관련 절차 시청](#)

[YouTube에서 3.5인치 핫 스왑 드라이브 관련 절차 시청](#)

## M.2 어댑터 및 M.2 드라이브 설치

다음 정보를 사용하여 M.2 어댑터 및 M.2 드라이브를 설치하십시오.

### 주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

## 절차

- 단계 1. 새 M.2 어댑터 및 M.2 드라이브가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 새 M.2 어댑터 및 M.2 드라이브를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

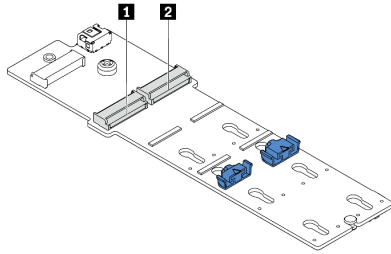
### 참고:

- M.2 어댑터에는 느슨한 나사가 함께 제공되지만, 반드시 나사를 사용해 설치해야 하는 것은 아닙니다.
- 설치하려고 하는 M.2 어댑터가 다음 그림과 다를 수 있지만, 설치 방법은 동일합니다.

- 단계 2. 설치하려는 M.2 드라이브의 특정 크기를 수용할 수 있도록 M.2 어댑터의 고정장치를 조정하십시오. "[M.2 어댑터의 고정장치 조정](#)" 207페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 3. M.2 어댑터에서 커넥터의 위치를 확인하십시오.

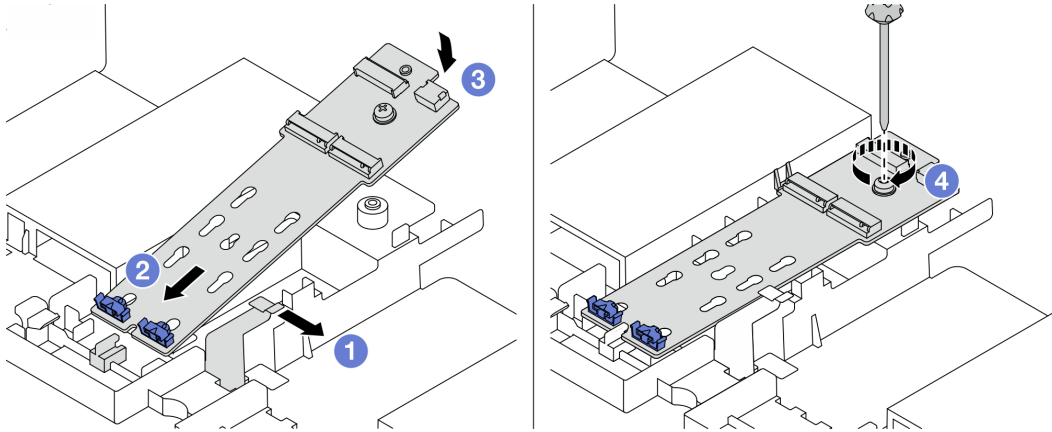
참고: 일부 M.2 어댑터는 두 개의 동일한 M.2 드라이브를 지원합니다. 슬롯 0에 M.2 드라이브를 먼저 설치하십시오.



- 1** 슬롯 0
- 2** 슬롯 1

**그림 91. M.2 드라이브 슬롯**

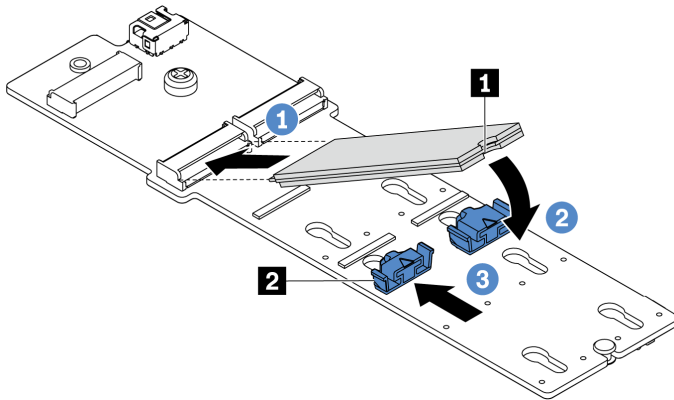
단계 4. M.2 어댑터를 M.2 트레이에 설치하십시오.



**그림 92. M.2 어댑터 설치**

- a. 공기 조절 장치에서 고정 클립을 여십시오.
- b. 그림과 같이 M.2 어댑터를 약 30도 각도로 트레이에 삽입하십시오.
- c. 제자리에 고정될 때까지 M.2 어댑터를 아래쪽으로 돌리십시오.
- d. 나사를 조여 M.2 어댑터를 고정하십시오.

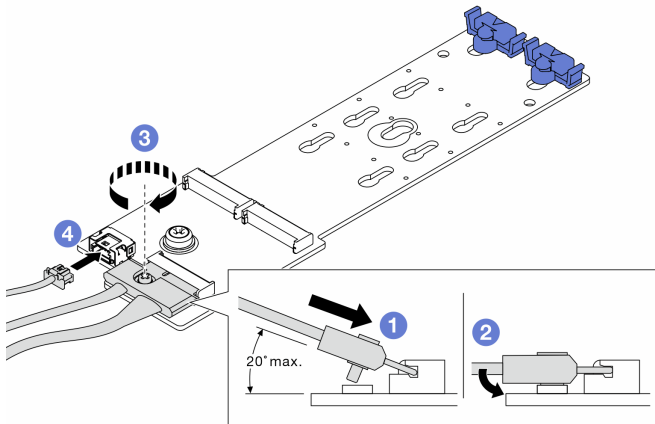
단계 5. M.2 어댑터에 M.2 드라이브를 설치하십시오.



**그림 93. M.2 드라이브 설치**

- M.2 드라이브를 약 30도 각도로 커넥터에 삽입하십시오.
- 노치 **1**이 고정장치 **2**의 립에 걸릴 때까지 M.2 드라이브를 아래로 돌리십시오.
- 고정장치를 앞쪽(커넥터 쪽)으로 밀어서 M.2 드라이브를 제자리에 고정시키십시오.

단계 6. M.2 백플레인과 시스템 보드에 케이블을 연결하십시오. "[M.2 드라이브](#)" 83페이지의 내용을 참조하십시오.



**그림 94. M.2 케이블 연결**

- 커넥터를 20도 이하로 기울여 밀면이 램프에 닿을 때까지 삽입하십시오.
- 커넥터를 아래로 평평하게 누릅니다.
- 신호 케이블의 나사를 조이십시오.
- 전원 케이블을 연결하십시오.

**완료한 후**

Lenovo XClarity Provisioning Manager를 사용하여 RAID를 구성하십시오. 자세한 정보는 [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "RAID 설정" 섹션을 참조하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## M.2 어댑터의 고정장치 조정

다음 정보를 사용하여 M.2 어댑터의 고정장치를 조정하십시오.

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

## 절차

- 단계 1. 설치하려는 M.2 드라이브의 특정 크기를 수용하기 위해 고정장치를 설치해야 하는 올바른 열쇠 구멍의 위치를 확인하십시오.
- 단계 2. M.2 고정장치를 조정하십시오.

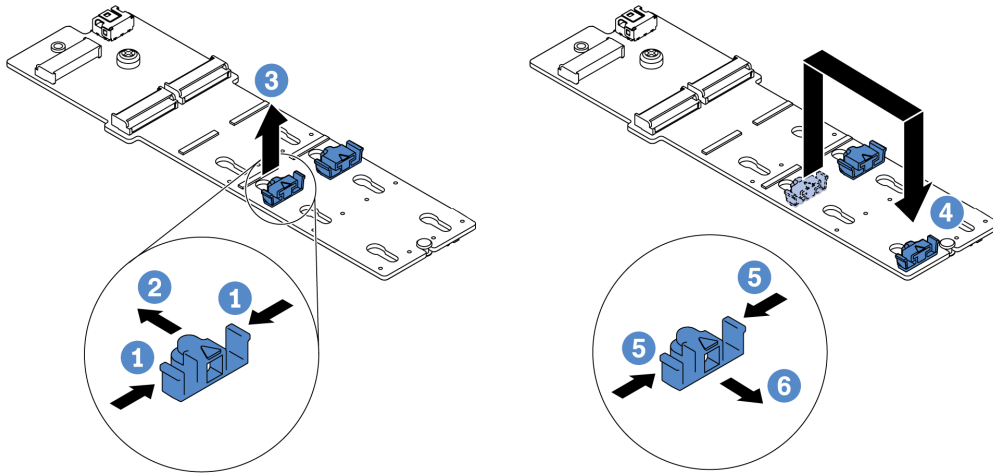


그림 95. M.2 고정장치 조정

- a. 고정장치의 양쪽을 누르십시오.
- b. 고정장치를 열쇠 구멍의 큰 구멍에 올 때까지 앞으로 움직이십시오.
- c. 고정장치를 열쇠 구멍에서 꺼내십시오.
- d. 고정장치를 올바른 열쇠 구멍에 삽입하십시오.
- e. 고정장치의 양쪽을 누르십시오.
- f. 제자리에 설치될 때까지 (열쇠 구멍의 작은 구멍을 향해) 고정장치를 뒤로 밀어 넣으십시오.

## 라이저 1/2 어셈블리 설치

다음 정보를 참조하여 라이저 1 어셈블리 또는 라이저 2 어셈블리를 설치하십시오.

### 이 작업 정보

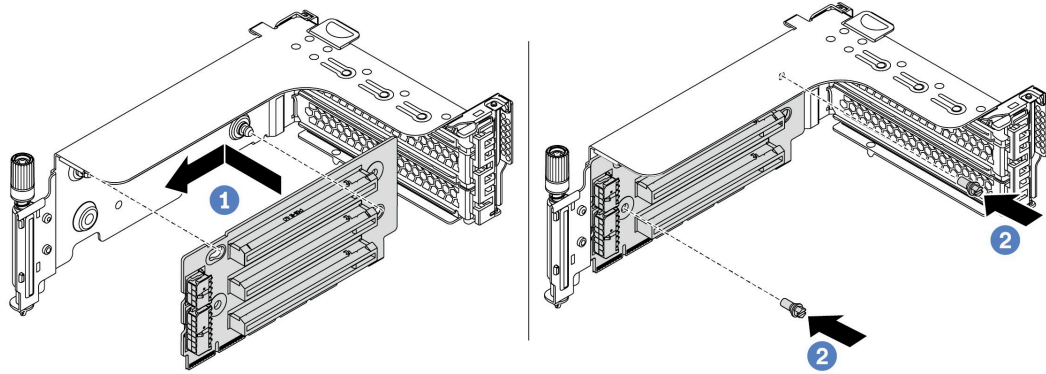
주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

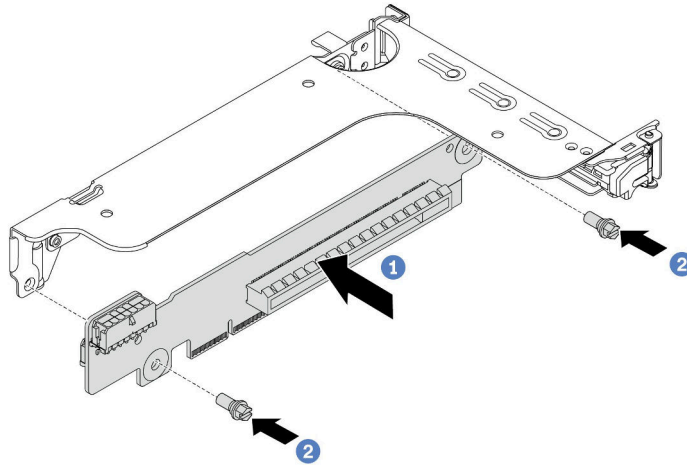
## 절차

- 단계 1. 새 라이저 카드가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음, 포장재에서 새 라이저 카드를 꺼내 정전기 방지 작업대 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 라이저 케이스에 라이저 카드를 설치하십시오.



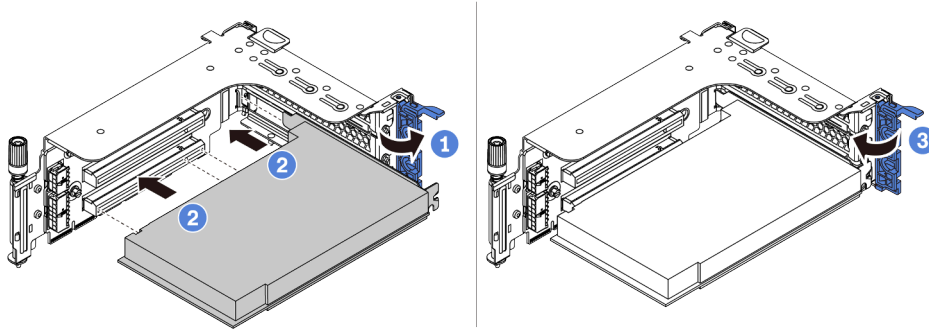


**그림 96. 라이저 카드 설치(3슬롯 라이저 브래킷)**



**그림 97. 라이저 카드 설치(1슬롯 또는 2슬롯 라이저 브래킷)**

- a. 라이저 카드의 홈을 브래킷의 마운팅 스톱에 맞추십시오. 그림과 같은 방향으로 라이저 카드를 브래킷에 장착하십시오.
  - b. 나사 두 개를 조여 라이저 카드를 브래킷에 고정시키십시오.
- 단계 3. PCIe 어댑터를 설치하십시오. 지원되는 PCIe 어댑터 및 PCIe 슬롯에 대한 정보는 "[PCIe 슬롯 및 구성](#)" 29페이지의 내용을 참조하십시오.
- 참고: PCIe 어댑터를 다룰 때는 조심스럽게 가장자리를 잡으십시오.

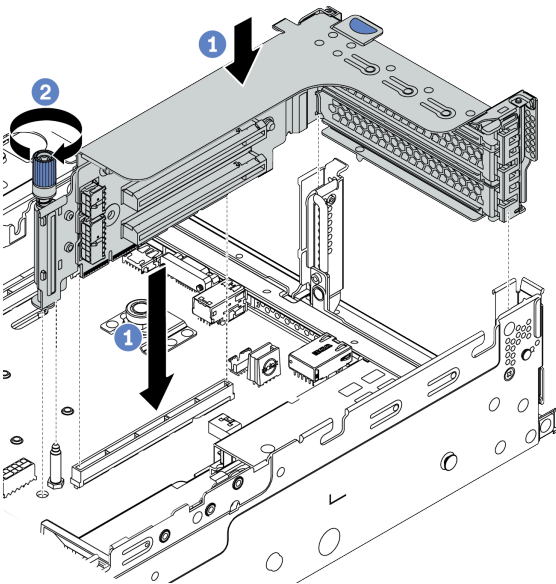


**그림 98. PCIe 어댑터 설치**

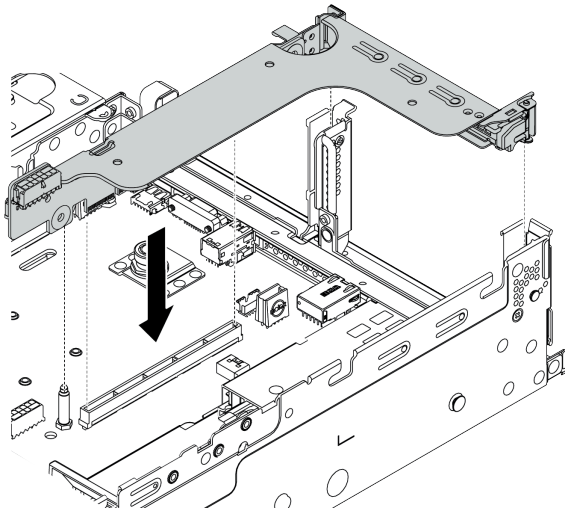
- a. PCIe 어댑터를 라이저 카드의 PCIe 슬롯에 맞추십시오. PCIe 어댑터와 해당 브래킷이 고정 될 때까지 조심스럽게 슬롯에 밀어 넣으십시오.
- b. PCIe 어댑터 고정 래치를 닫힘 위치로 돌리십시오.

단계 4. 뒷면 벽 매트릭스를 확인하고 라이저 어셈블리를 설치하기 위해 설치하거나 제거해야 할 뒷면 벽 브래킷을 결정하십시오. "[뒷면 벽 브래킷 설치](#)" 177페이지, "[뒷면 벽 브래킷 설치](#)" 177페이지 및 "[B1/B2 뒷면 벽 브래킷\(중간\) 설치](#)" 179페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 5. 라이저 1 어셈블리 또는 라이저 2 어셈블리를 설치하십시오. 이 그림은 라이저 1 어셈블리를 설치하는 방법을 보여줍니다. 절차는 라이저 2 어셈블리를 설치하는 절차와 동일합니다.



**그림 99. 라이저 1 어셈블리 설치(3슬롯 브래킷)**



**그림 100. 라이저 1 어셈블리 설치(1슬롯 라이저 브래킷)**

- 라이저 케이스의 라이저 어댑터를 시스템 보드의 라이저 슬롯에 맞추십시오. 라이저 카드가 완전히 장착될 때까지 조심스럽게 눌러서 슬롯에 똑바로 끼우십시오.
- (옵션) 라이저 케이스에 나사가 1개 있으면 나사를 조이십시오.

## 완료한 후

PCIe 어댑터에 케이블을 연결하려면 [제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 라이저 3 어셈블리 설치

다음 정보를 사용하여 라이저 3 어셈블리를 설치하십시오.

### 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 ["설치 지침" 142페이지](#)부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차

- 단계 1. 새 라이저 카드가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음, 포장재에서 새 라이저 카드를 꺼내 정전기 방지 작업대 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 라이저 브래킷에 라이저 카드를 설치하십시오. [단계 2 라이저 카드 설치 208페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. PCIe 어댑터를 설치하십시오. [단계 3 PCIe 어댑터 설치 209페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 단계 4. 뒷면 벽 매트릭스를 확인하고 라이저 어셈블리를 설치하기 위해 설치하거나 제거해야 할 뒷면 벽 브래킷을 결정하십시오. ["뒷면 벽 브래킷 설치" 177페이지](#) 및 ["C1/C2 후면 브라켓\(오른쪽\) 설치" 180페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

단계 5. 라이저 3 어셈블리 설치.

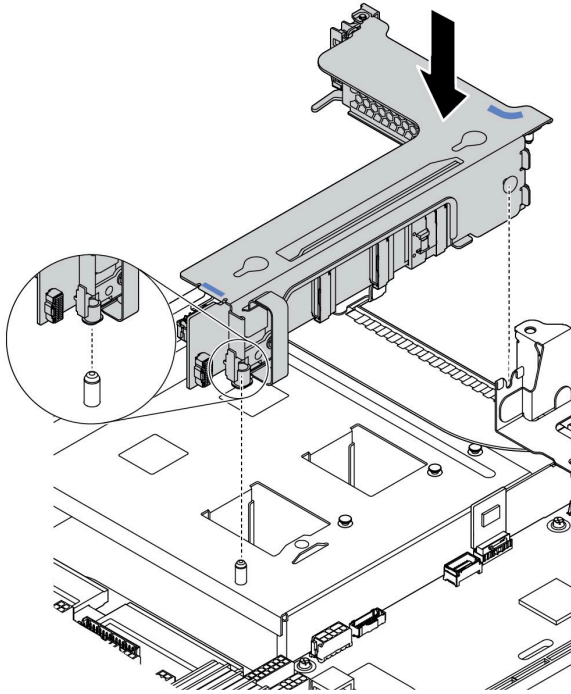


그림 101. 라이저 3 어셈블리 설치

- a. 라이저 케이스 끝에 있는 고정 클립을 뒷면 새시의 핀에 맞추고, 라이저 케이스 오른쪽에 있는 핀을 C1 뒷면 벽 브래킷의 핀 슬롯에 맞추십시오. 단단히 고정될 때까지 라이저 3 어셈블리를 조심스럽게 내려 놓으십시오.

## 완료한 후

PCIe 어댑터에 케이블을 연결하려면 제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지의 내용을 참조하십시오.

## 내부 CFF RAID/HBA/RAID 확장기 어댑터 설치

이 정보를 사용해서 내부 CFF RAID 어댑터 내부 CFF HBA 어댑터 또는 내부 CFF RAID 확장기 어댑터를 설치하십시오.

## 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "설치 지침" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

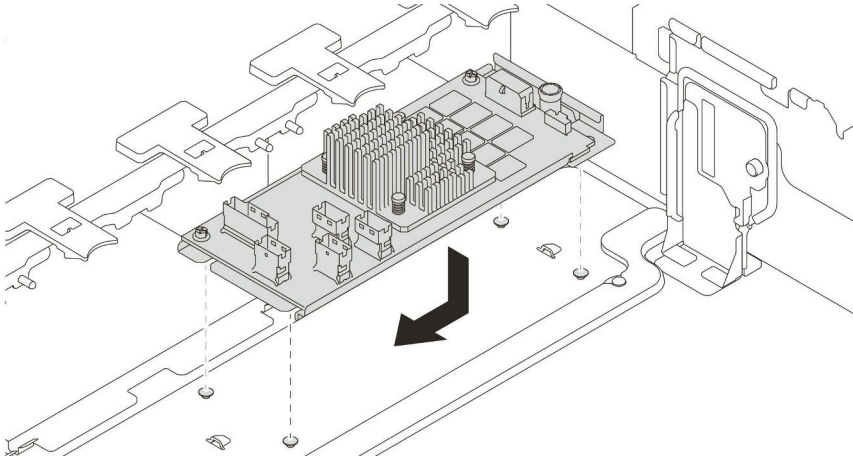
## 절차

단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.

2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "[윗면 덮개 제거](#)" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
  3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "[내장 케이블 배선](#)" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
  4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
  5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.
- 단계 3. 마운팅 브래킷의 노치를 새시의 핀에 맞추고 어댑터를 내려 놓은 다음 그림과 같이 살짝 밀어 새시에 고정시키십시오.



**그림 102. 내부 CFF RAID/HBA 어댑터 설치**

- 단계 4. 어댑터에 케이블을 연결하십시오.

## 완료한 후

어댑터를 설치하기 위해 제거했던 구성 요소를 다시 설치하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 직렬 포트 모듈 설치

다음 정보를 사용하여 직렬 포트 모듈을 설치하십시오.

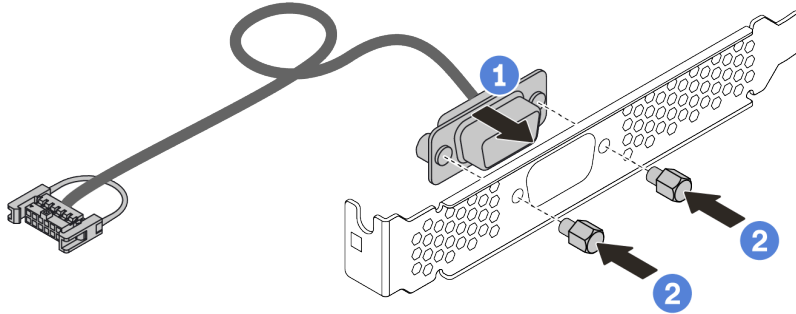
### 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 직렬 포트 모듈을 올바른 PCIe 슬롯에 설치하려면 "[PCIe 슬롯 및 구성](#)" 29페이지에서 PCIe 슬롯을 확인하십시오.

### 절차

- 단계 1. 새 부품이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 5mm 렌치를 사용하여 직렬 포트 케이블을 브래킷에 설치하십시오.



**그림 103. 직렬 포트 모듈 조립**

- 단계 3. 서버에서 라이저 브래킷을 제거하십시오.
- 단계 4. 직렬 포트 모듈을 라이저 브래킷에 설치하십시오.
- 단계 5. 라이저 어셈블리를 서버에 다시 설치하십시오.
- 단계 6. 직렬 포트 모듈의 케이블을 시스템 보드의 직렬 포트 모듈 커넥터에 연결하십시오. 직렬 포트 모듈 커넥터의 위치에 대해서는 "[시스템 보드](#)" 64페이지의 내용을 참조하십시오.

### 완료한 후

1. 부품 교환을 완료하십시오.
2. 직렬 포트 모듈을 활성화하려면 설치된 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.
  - Linux 운영 체제의 경우  
ipmitool을 열고 다음 명령을 입력하여 SOL(Serial over LAN) 기능을 비활성화하십시오.

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Microsoft Windows 운영 체제의 경우

- a. ipmitool을 열고 다음 명령을 입력하여 SOL 기능을 비활성화하십시오.

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- b. Windows PowerShell을 열고 다음 명령을 입력하여 EMS(Emergency Management Services) 기능을 비활성화합니다.

```
Bcdedit /ems no
```

- c. EMS 설정이 적용되도록 서버를 다시 시작하십시오.

## GPU 어댑터 설치

다음 정보를 사용하여 GPU 어댑터를 설치하십시오.

### 이 작업 정보

GPU 전력이 높을수록 더 높은 PSU 전력이 필요합니다. Lenovo Capacity Planner를 사용하여 서버에 구성된 항목에 필요한 전원 용량을 계산합니다. Lenovo Capacity Planner에 대한 자세한 정보는 다음 사이트에서 찾아볼 수 있습니다.

[Lenovo Capacity Planner 웹 사이트](#)

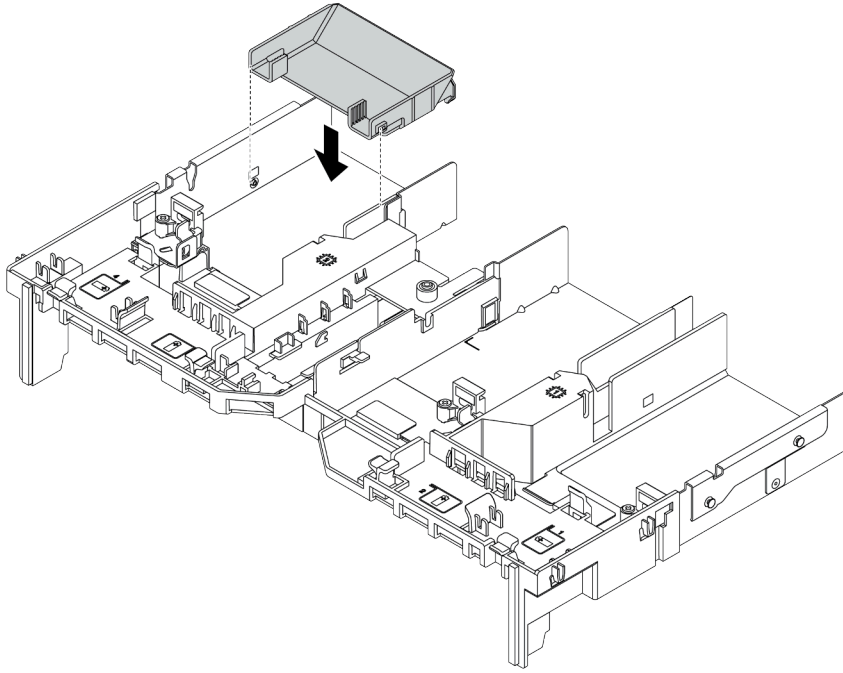
#### 주의:

- 안전하게 작업하려면 "설치 지침" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- GPU 어댑터는 요구 사항이 있는 일부 서버 모델에서 지원됩니다. "기술 규칙" 22페이지의 내용을 참조하십시오.
- 특정 유형에 따라 GPU 어댑터는 이 항목의 그림과 다를 수 있습니다.
- 이 항목의 지시사항 외에도 GPU 어댑터와 함께 제공되는 모든 설명서를 사용하고 해당하는 지시사항을 따르십시오.

### 절차

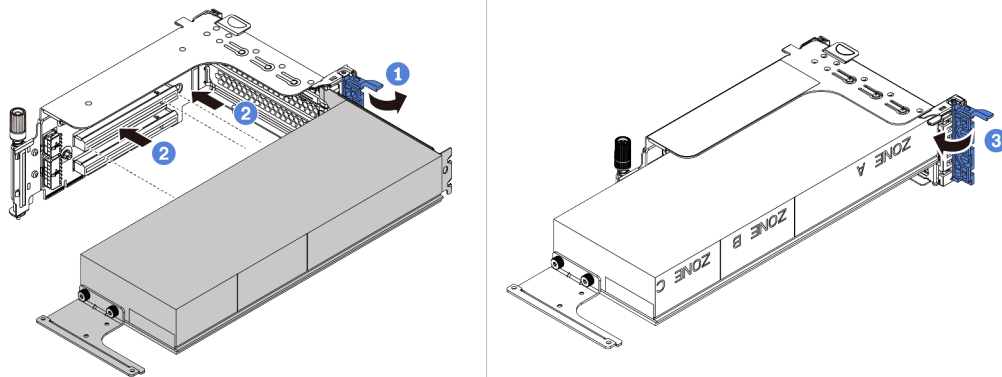
- 단계 1. GPU 공기 조절 장치를 설치하십시오.
- 단계 2. GPU 어댑터에 맞는 적절한 PCIe 슬롯을 찾으십시오. "기술 규칙" 22페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. (선택 사항) 싱글 와이드 150W GPU 어댑터(FHFL)가 PCIe 슬롯 1, 4 또는 7에 설치되어 있거나 인접한 슬롯(각각 슬롯 2, 5 또는 8)이 비어 있거나 절반 길이 어댑터로 설치된 경우에는 GPU 공기 조절 장치에 추가 공기 조절 장치를 설치하십시오.





**그림 104. 추가 기능 GPU 공기 조절 장치 설치**

- 단계 4. 라이저 케이지에 GPU 어댑터를 설치하십시오.
1. 라이저 케이지의 파란색 래치를 여십시오.
  2. GPU 어댑터를 라이저 카드의 PCIe 슬롯에 맞추십시오. 그런 다음, GPU 어댑터가 완전히 장착될 때까지 조심스럽게 GPU 어댑터를 눌러서 슬롯에 똑바로 끼우십시오.
  3. 파란색 래치를 닫습니다.



**그림 105. 라이저 케이지에 GPU 어댑터 설치**

- 단계 5. (옵션) GPU 어댑터의 전원 커넥터에 전원 케이블을 연결하십시오. "GPU" 75페이지의 내용을 참조하십시오.

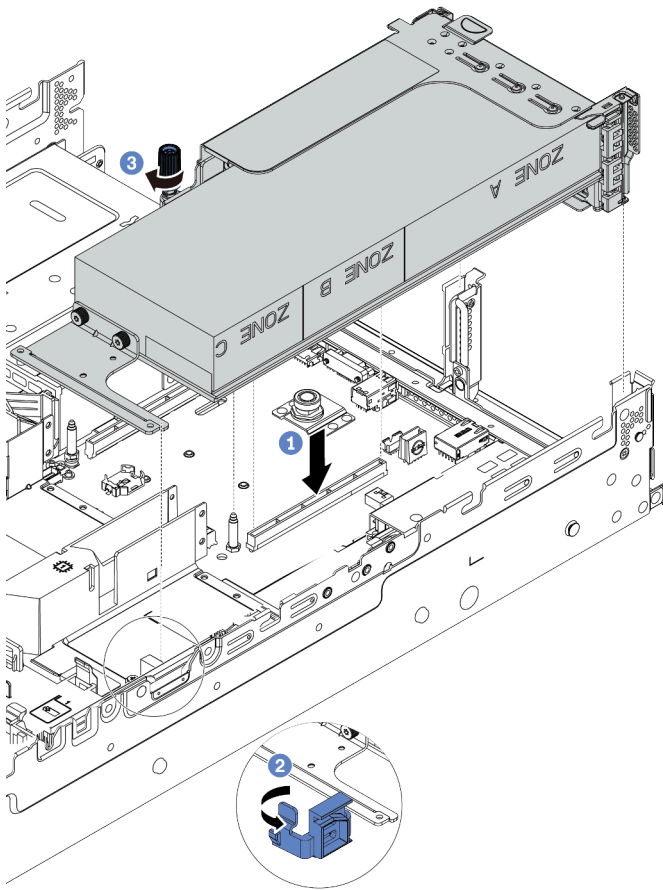


참고: GPU 어댑터 TDP가 75와트 이하인 경우에는 어댑터가 라이저 슬롯에서 직접 전원을 공급받을 수 있습니다. TDP가 75와트를 초과하는 GPU 어댑터에 전원을 공급하려면 추가 전원 케이블이 필요합니다.

단계 6. 시스템에 라이저 어셈블리를 설치하십시오.

참고: 라이저 케이스에 전체 길이 GPU가 설치된 경우 다음 단계를 수행하여 어셈블리의 다른 끝 부분이 GPU 공기 조절 장치에 단단히 고정되었는지 확인합니다.

1. 슬롯을 맞추고 라이저 어셈블리를 약간 내려놓으십시오.
2. GPU 공기 조절 장치의 파란색 래치를 열고 GPU 어댑터의 끝을 고정하십시오. 그런 다음 파란색 래치를 닫습니다.
3. 라이저 케이스 나사를 조이십시오.



**그림 106. 라이저 어셈블리 설치**

단계 7. 특정 슬롯이 GPU 어댑터를 설치하지 않은 경우, 표시된대로 필터를 설치하십시오.

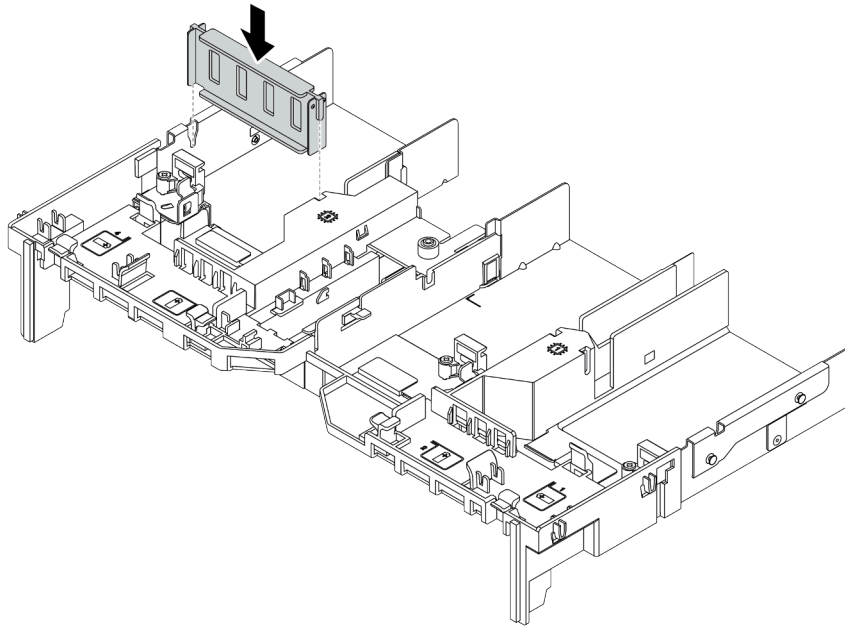


그림 107. GPU 필터 설치

## OCP 3.0 이더넷 어댑터 설치

다음 정보를 사용하여 OCP 3.0 이더넷 어댑터를 설치하십시오.

### 이 작업 정보

#### 경고:

이 절차를 수행하기 전에 모든 서버 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

#### 주의:

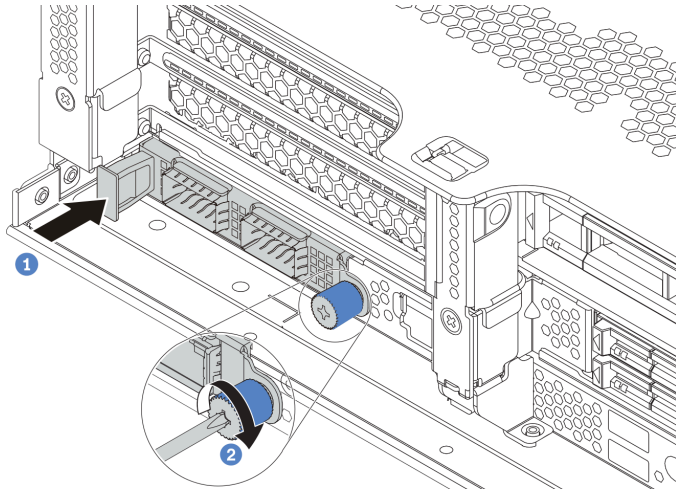
- 안전하게 작업하려면 "설치 지침" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차

- 단계 1. 새 OCP 3.0 이더넷 어댑터가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 패키지에서 새 OCP 3.0 이더넷 어댑터를 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. OCP 3.0 이더넷 어댑터 필터를 제거하십시오(있는 경우).
- 단계 3. OCP 3.0 이더넷 어댑터를 설치하십시오.

#### 참고:

- 이더넷 어댑터가 완전히 장착되고 나비 나사가 단단히 조여 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 OCP 3.0 이더넷 어댑터가 제대로 연결되지 않으며 작동하지 않을 수 있습니다.
- OCP 3.0 이더넷 어댑터가 설치되어 있는 경우 시스템 전원이 꺼졌지만 AC 전원에 연결되어 있으면, 시스템 팬이 보다 낮은 속도로 계속 회전합니다. 이는 OCP 3.0 이더넷 어댑터를 적절하게 냉각하기 위한 시스템 설계입니다.



**그림 108. OCP 3.0 이더넷 어댑터 설치**

- a. 그림과 같이 OCP 3.0 이더넷 어댑터를 밀어 시스템 보드의 커넥터에 삽입하십시오.
- b. 나비 나사를 조여 카드를 고정하십시오.

단계 4. OCP 3.0 어댑터에 케이블을 연결하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## RAID 슈퍼 캐패시터 모듈 설치

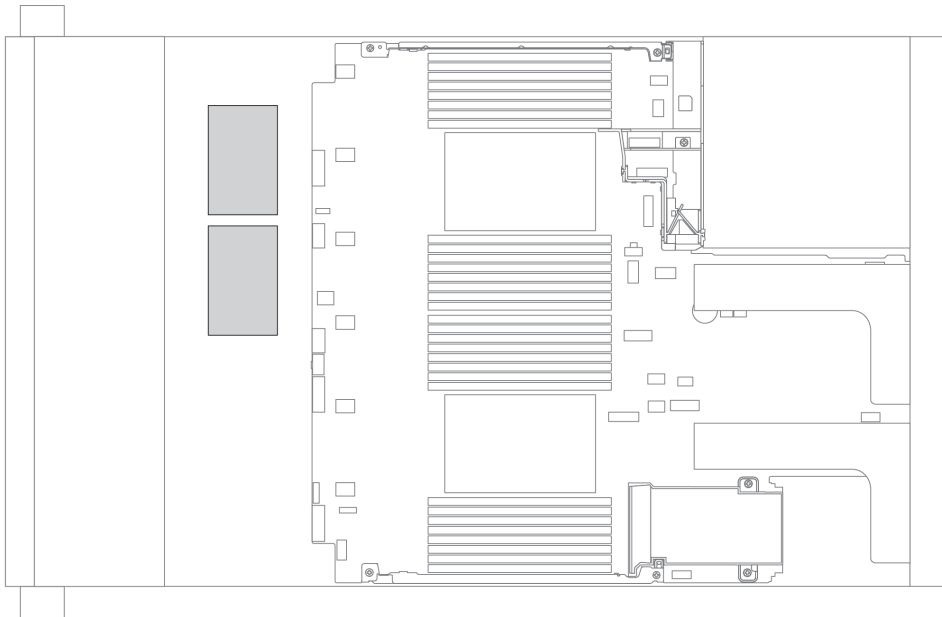
다음 정보를 사용하여 RAID 슈퍼 캐패시터 모듈을 설치하십시오.

하드웨어 구성에 따라, 특정 주제의 설치 절차를 참조하십시오.

- ["새시에 슈퍼 콘텐서 설치" 222페이지](#)
- ["공기 조절 장치에 슈퍼 캐패시터 모듈 설치" 224페이지](#)
- ["2.5인치 중간 드라이브 케이지에 슈퍼 콘텐서 모듈 설치" 224페이지](#)

### 시스템의 슈퍼 캐패시터 위치

새시



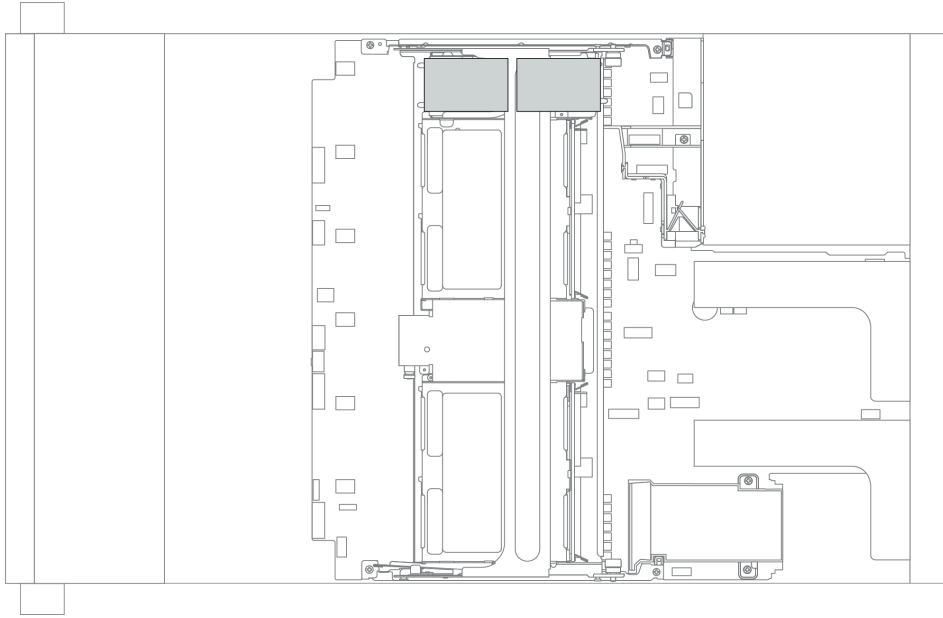
표준 공기 조절 장치



GPU 공기 조절 장치



## 2.5인치 중간 드라이브 케이지



### 새시에 슈퍼 콘덴서 설치

이 정보를 사용해서 새시에 슈퍼 커패시터 모듈을 설치하십시오.

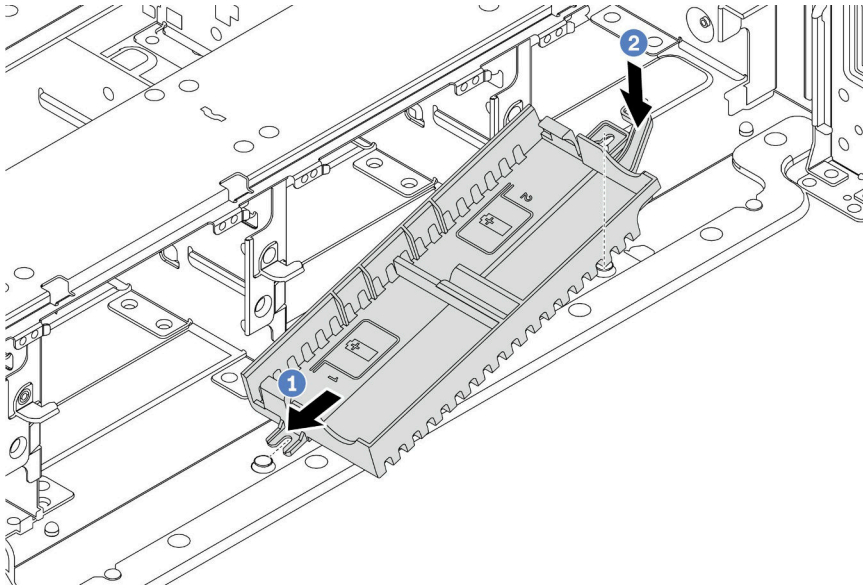
### 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

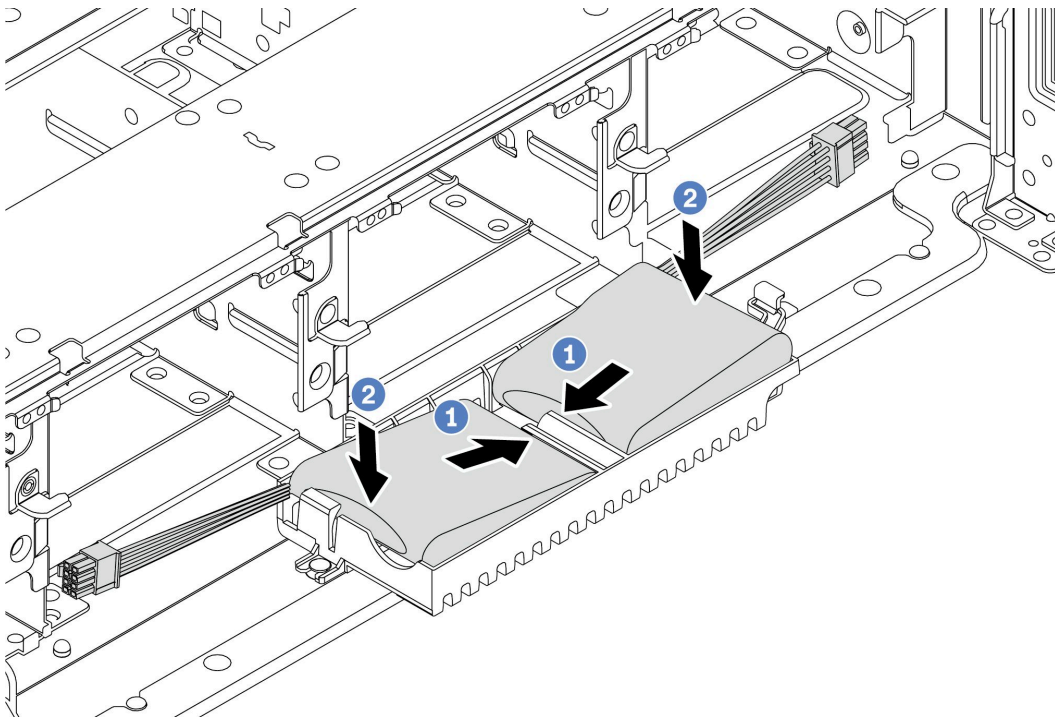
### 절차

- 단계 1. 새 RAID 슈퍼 커패시터 모듈이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 새 RAID 슈퍼 커패시터 모듈을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 슈퍼 커패시터 홀더를 설치하십시오.



**그림 109. 슈퍼 커패시터 상자 설치**

1. 그림과 같이 슈퍼 커패시터 홀더의 노치를 새시의 핀에 맞추십시오.
  2. 반대쪽이 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 슈퍼 커패시터 홀더를 아래쪽으로 돌리십시오.
- 단계 3. 슈퍼 커패시터 모듈을 설치하십시오.



**그림 110. 슈퍼 커패시터 모듈 설치**

1. RAID 슈퍼 커패시터 모듈을 그림과 같이 한쪽의 고정 클립에 삽입하십시오.

2. 찰칵 소리가 날 때까지 RAID 슈퍼 캐패시터 모듈의 다른 한쪽을 누르십시오.

단계 4. 슈퍼 캐패시터 모듈과 함께 제공되는 확장 케이블을 사용하여 슈퍼 캐패시터 모듈을 어댑터에 연결하십시오. "[RAID 슈퍼 캐패시터 모듈](#)" 79페이지의 내용을 참조하십시오.

## 공기 조절 장치에 슈퍼 캐패시터 모듈 설치

다음 정보를 사용하여 공기 조절 장치에 슈퍼 캐패시터 모듈을 설치하십시오.

### 이 작업 정보

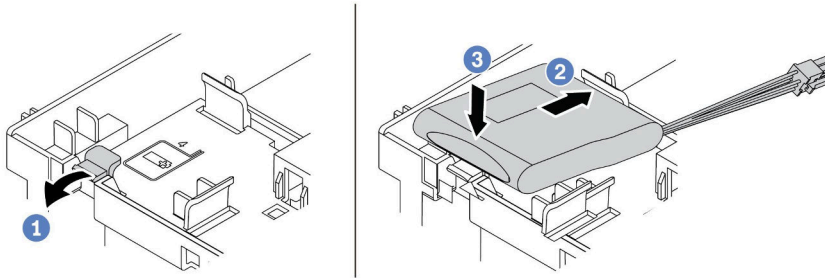
주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차

단계 1. 새 RAID 슈퍼 캐패시터 모듈이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 새 RAID 슈퍼 캐패시터 모듈을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 슈퍼 캐패시터 모듈을 설치하십시오.



**그림 111. 공기 조절 장치에 슈퍼 캐패시터 설치**

- a. 홀더에서 고정 클립을 여십시오.
- b. 홀더에 슈퍼 캐패시터 모듈을 놓으십시오.
- c. 아래로 눌러 홀더에 고정하십시오.

단계 3. 슈퍼 캐패시터 모듈과 함께 제공되는 확장 케이블을 사용하여 슈퍼 캐패시터 모듈을 어댑터에 연결하십시오. "[RAID 슈퍼 캐패시터 모듈](#)" 79페이지의 내용을 참조하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 2.5인치 중간 드라이브 케이지에 슈퍼 콘덴서 모듈 설치

다음 정보를 사용하여 2.5인치 중간 드라이브 케이지에 슈퍼 캐패시터 모듈을 설치하십시오.

### 이 작업 정보



주의:

- 안전하게 작업하려면 "설치 지침" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

## 절차

- 단계 1. 새 RAID 슈퍼 캐패시터 모듈이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 새 RAID 슈퍼 캐패시터 모듈을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 드라이브 케이지 손잡이를 여십시오.

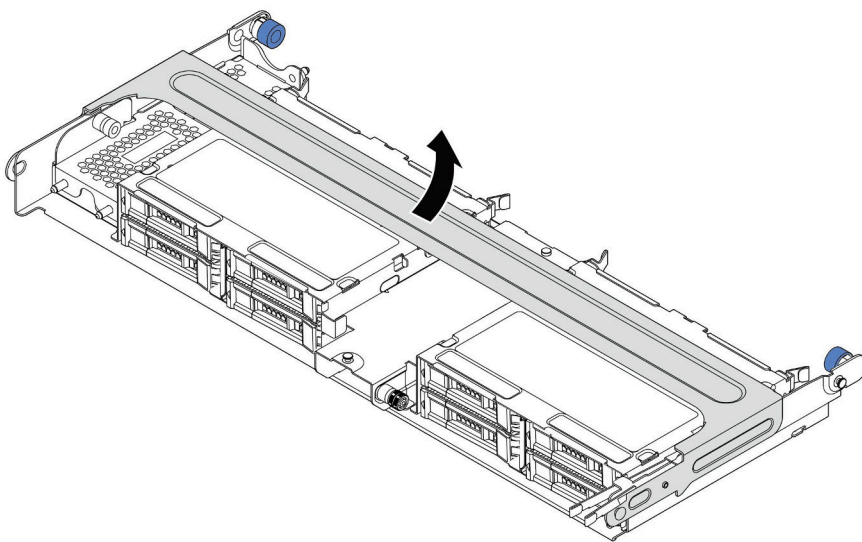


그림 112. 중간 드라이브 케이지의 손잡이 열기

- 단계 3. 금속 덮개를 제거하십시오.

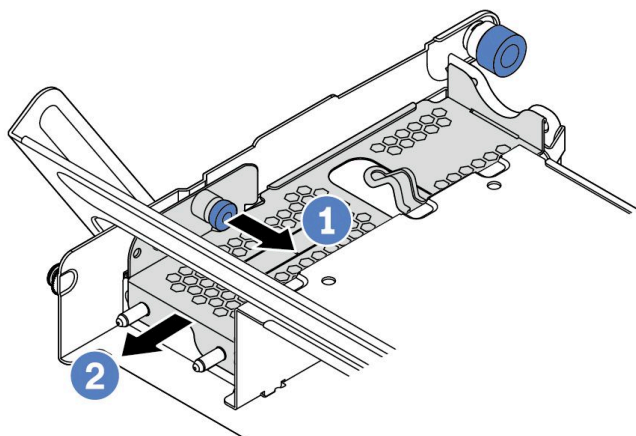
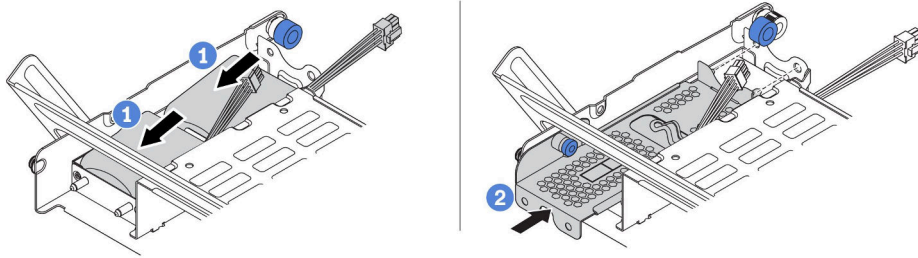


그림 113. 금속 덮개 제거

1. 파란색 플런저를 잡아 당기십시오.
2. 금속 덮개를 드라이브 베이 밖으로 미십시오.

단계 4. 슈퍼 캐패시터 모듈을 설치하십시오.



**그림 114. 슈퍼 캐패시터 모듈 설치**

1. 슈퍼 캐패시터 모듈을 홀더에 넣고 눌러 홀더에 고정시키십시오.
2. 금속 덮개의 핀을 슈퍼 캐패시터 홀더의 구멍에 맞추고 덮개의 파란색 래치를 당겨 핀이 구멍을 통과할 때까지 덮개를 홀더에 밀어 넣으십시오. 그런 다음 파란색 래치를 해제하여 덮개를 제자리에 고정하십시오.

단계 5. 슈퍼 캐패시터 모듈과 함께 제공되는 확장 케이블을 사용하여 슈퍼 캐패시터 모듈을 어댑터에 연결하십시오. "[RAID 슈퍼 캐패시터 모듈](#)" 79페이지의 내용을 참조하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 시스템 팬 케이스 설치

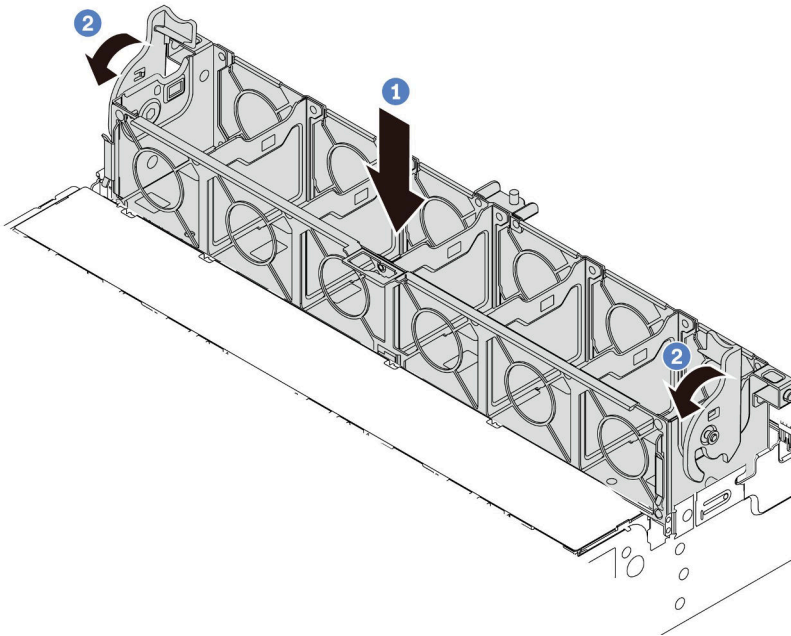
다음 정보를 사용하여 시스템 팬 케이스를 설치하십시오.

### 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차



**그림 115. 시스템 팬 케이스 설치**

단계 1. 시스템 팬 케이스 양쪽을 새시의 해당하는 마운팅 포스트에 맞추십시오. 그런 시스템 팬 케이스를 새시에 똑바로 누르십시오.

참고: 시스템 팬을 시스템 팬 케이스에 설치한 경우 시스템 팬이 시스템 보드의 시스템 팬 커넥터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

단계 2. 시스템 팬 케이스 레버를 서버 앞쪽으로 돌려 시스템 팬 케이스를 고정하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 시스템 팬 설치

다음 정보를 사용하여 시스템 팬을 설치하십시오.

### 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 시스템 팬을 설치하기 전에 필요한 시스템 팬을 선택했는지 확인하십시오. "[기술 규칙](#)" 22페이지의 내용을 참조하십시오.

S033



**경고:**

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

S017



**경고:**

근처에 위험하게 움직이는 팬 블레이드가 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

### **절차**

- 단계 1. 새 시스템 팬이 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버 외부의 도포되지 않은 표면에 대십시오. 그런 다음 포장재에서 새 시스템 팬을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 시스템 팬을 시스템 팬 케이스 위에 놓으십시오. 시스템 팬의 밑면에 있는 시스템 팬 커넥터는 새시 뒷면을 향해야 합니다. 시스템 팬이 제자리에 고정될 때까지 똑바로 누르십시오.

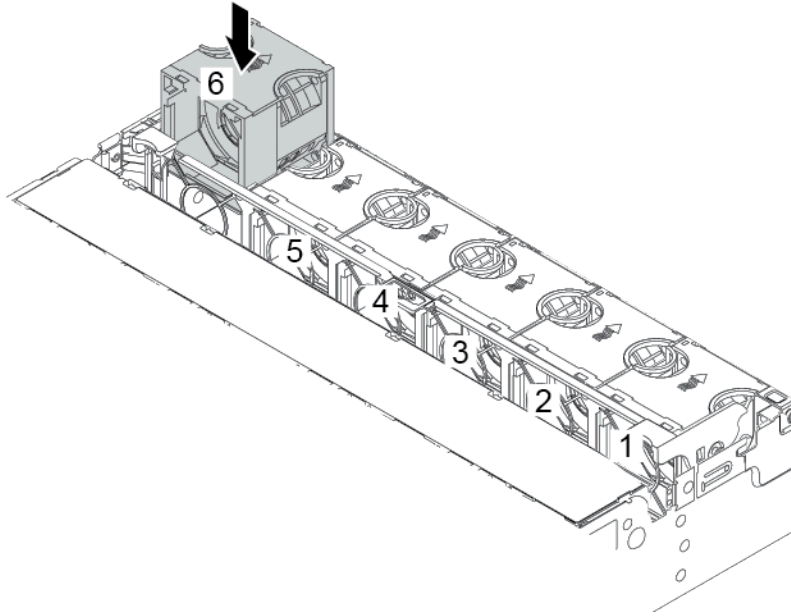


그림 116. 시스템 팬 설치

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 공기 조절 장치 설치

다음 정보를 사용하여 공기 조절 장치를 설치하십시오.

### 이 작업 정보

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

S017



**경고:**

근처에 위험하게 움직이는 팬 블레이드가 있습니다. 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 마십시오.

**주의:**

- 안전하게 작업하려면 "**설치 지침**" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

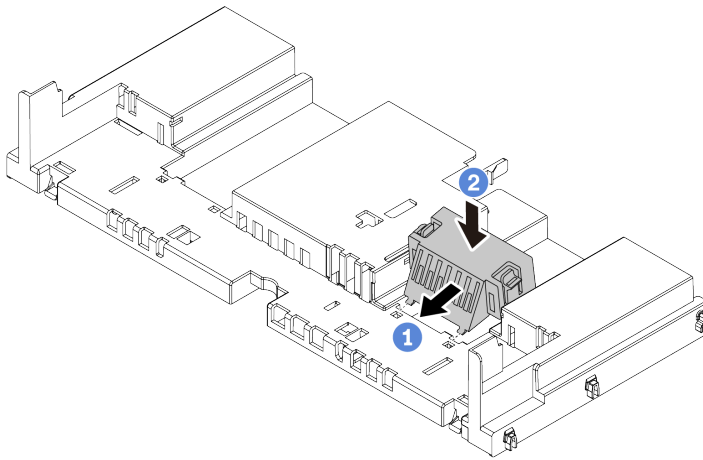
**절차**

단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

단계 2. 서버를 준비하십시오.

1. 서버 전원을 끄십시오.
2. 윗면 덮개를 제거하십시오. "**윗면 덮개 제거**" 153페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 레코드 및 모든 케이블 연결을 끊으시겠습니까? 제 3 장 "**내장 케이블 배선**" 73페이지의 내용을 참조하십시오.
4. 절차를 진행하는 데 방해되는 모든 구성 요소를 제거하십시오.
5. 구성 요소를 설치 또는 제거하기 전 필요한 모든 구성 요소를 설치하십시오.

단계 3. 1U 표준 방열판이 설치된 경우 2개의 필러를 설치하여 방열판과 공기 조절 장치 사이의 간격을 채우십시오.



**그림 117. 표준 공기 조절 장치에 필러 설치**

단계 4. 공기 조절 장치의 방향을 확인하십시오.

단계 5. 공기 조절 장치의 양쪽에 있는 탭을 새시 양쪽의 해당하는 슬롯에 맞추십시오. 그런 다음 공기 조절 장치를 새시로 내려 놓고 공기 조절 장치가 단단히 고정될 때까지 누르십시오.

**참고:** 설명된 공기 조절 장치는 표준 공기 조절 장치입니다. 설치 절차는 GPU 공기 조절 장치의 경우와 동일합니다.

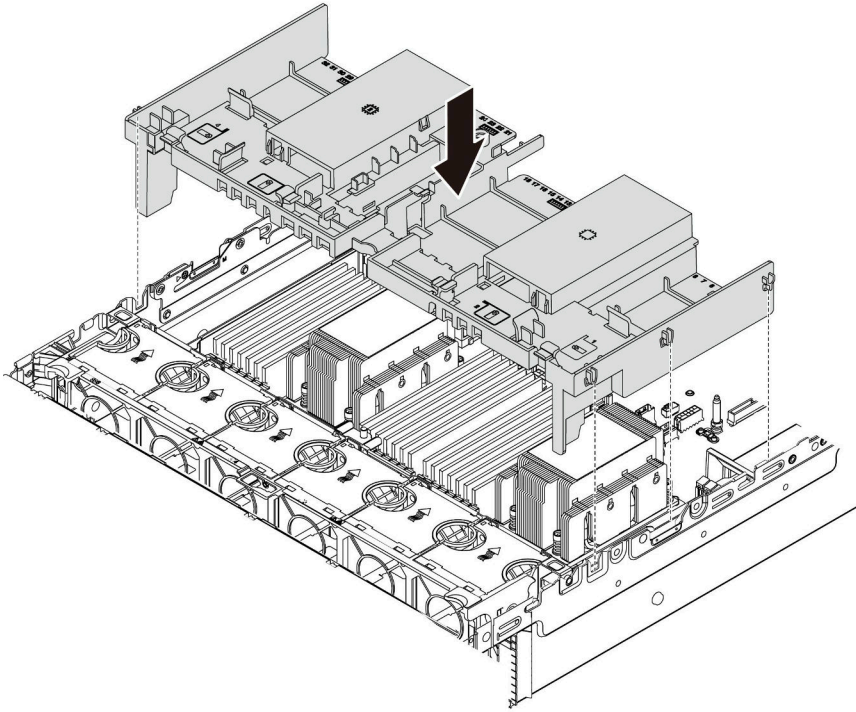


그림 118. 표준 공기 조절 장치 설치

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 윗면 덮개 설치

다음 정보를 사용하여 윗면 덮개를 설치하십시오.

### 이 작업 정보

주의:

- 안전하게 작업하려면 "[설치 지침](#)" 142페이지부터 읽으십시오.
- 이 작업을 수행하려면 서버 전원을 끄고 전원 코드를 모두 분리하십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

### 절차

단계 1. 서버에서 다음을 확인하십시오.

- 케이블, 어댑터 및 기타 구성 요소가 모두 설치되어 올바르게 고정되어 있는지 그리고 서버 내부에 헐거운 도구나 부품이 남아 있지 않은지 확인하십시오.
- 모든 내부 케이블이 올바르게 연결되고 배선되어 있는지 확인하십시오. [제 3 장 "내장 케이블 배선" 73페이지](#)의 내용을 참조하십시오.



단계 2. 서버에 윗면 덮개를 설치하십시오.

주의: 윗면 덮개를 조심스럽게 다루십시오. 덮개 래치가 열린 상태에서 윗면 덮개를 떨어뜨리면 덮개 래치가 손상될 수 있습니다.

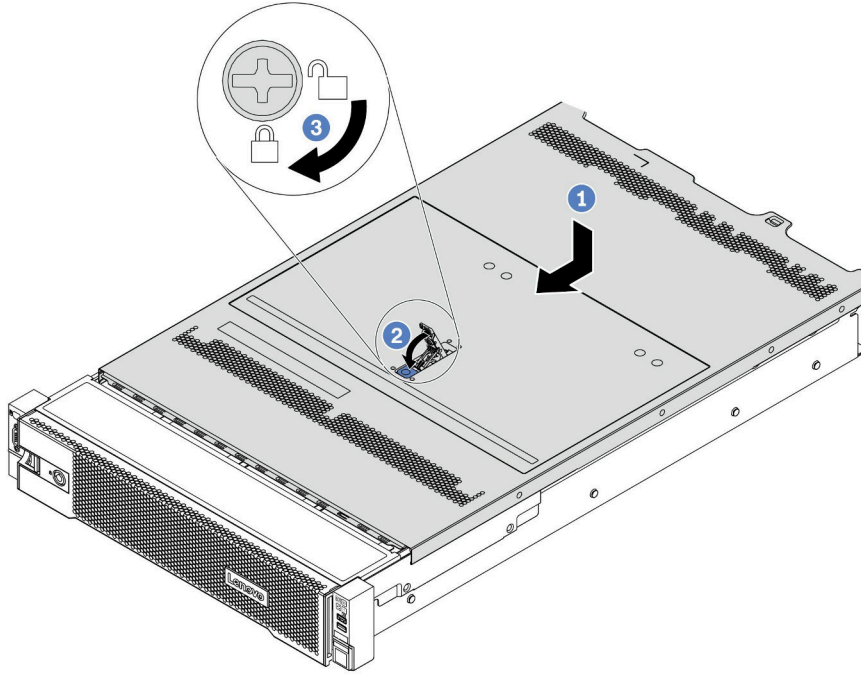


그림 119. 윗면 덮개 설치

- 덮개 래치가 열림 위치에 있는지 확인하십시오. 윗면 덮개 양면이 새시의 양쪽에 있는 가이드에 맞물릴 때까지 윗면 덮개를 새시 위에 내려놓으십시오. 그런 다음 윗면 덮개를 새시 앞쪽으로 미십시오.

참고: 윗면 덮개를 앞으로 밀기 전에 윗면 덮개의 모든 탭이 새시에 올바르게 맞물리는지 확인하십시오.

- 상단 덮개가 찰칵 소리가 날 때까지 덮개 래치를 돌리십시오. 덮개 래치가 완전히 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 드라이버를 사용하여 잠금 위치로 덮개 잠금 장치를 돌리십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 핫 스왑 전원 공급 장치 유닛 설치

다음 정보를 사용하여 핫 스왑 전원 공급 장치를 설치하십시오.

### 이 작업 정보

- 서버는 기본적으로 한 개의 전원 공급으로만 배송됩니다. 이 경우, 전원 공급은 핫스왑이 아니고 첫째로 제거하기 전, 서버를 꺼야합니다. 중복 모드 또는 핫스왑을 지원하려면, 추가 핫스왑 전원 공급을 설치하십시오.



- 서버에서 중복 모드 수동 설정을 지원하지 않습니다. 서버의 BMC는 설치된 전원 공급 장치 수량에 따라 자동으로 설정할 수 있습니다.
  - 전원 공급 장치가 1개만 설치된 경우 중복 모드가 "비중복 모드"로 설정됩니다.
  - 전원 공급 장치가 2개 설치된 경우 중복 모드가 "중복(N+N)"으로 설정됩니다. 전원 공급 장치 중 하나에 장애가 발생하거나 하나가 제거된 경우 BMC는 이벤트를 보고하고 중복 모드를 "비중복 모드"로 자동 설정합니다.
- 기존 전원 공급을 새 전원 공급으로 교체할 경우:
  - 다음을 사용해서 Lenovo Capacity Planner 서버용으로 구성된 필수 전원 생산 능력을 계산하십시오. 세부 정보를 확인하십시오:  
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp>
  - 설치 중인 장치가 지원되는지 확인하십시오. 세부 정보를 확인하십시오:  
<https://serverproven.lenovo.com/>
  - 전원 공급 근처에 기존 레이블에 이 옵션으로 제공된 레이블을 첨부하십시오.



그림 120. 예제 레이블

#### 주의:

- 안전하게 작업하려면 "설치 지침" 142페이지부터 읽으십시오.
- 설치하기 전까지 정전기에 민감한 구성 요소는 정전기 방지 포장재에 넣어 두고 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 갖춘 상태로 장치를 다루어 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

#### 절차

- 단계 1. 패키지에서 새 부품을 꺼내 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 단계 2. 전원 공급 장치 필터가 설치되어 있는 경우 제거하십시오.

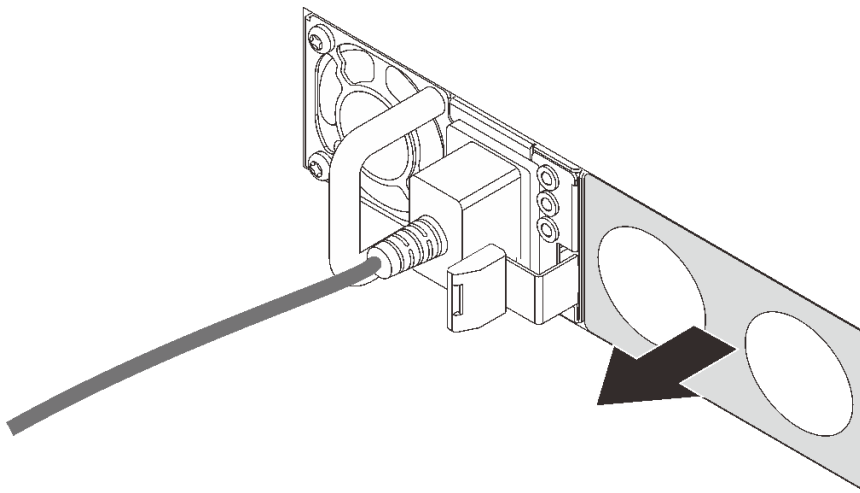
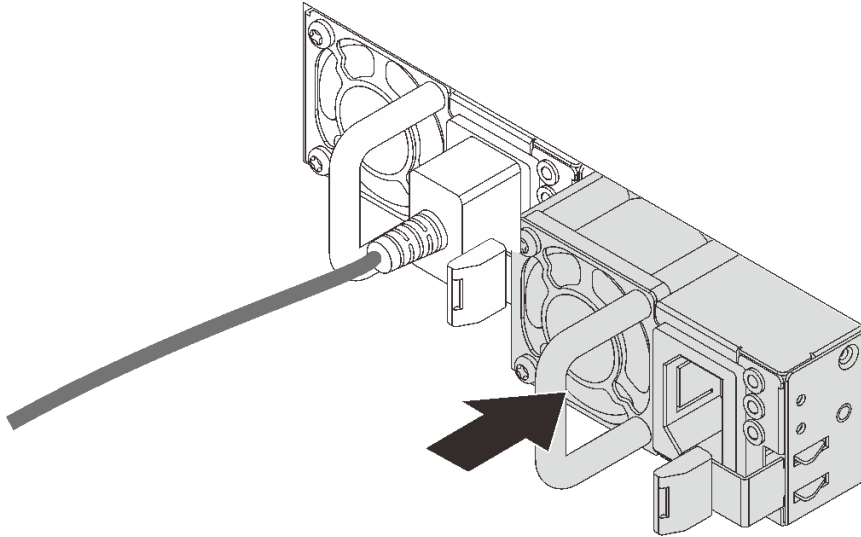


그림 121. 핫 스왑 전원 공급 장치 필터 제거


- 단계 3. 찰칵 소리가 날 때까지 새 핫 스왑 전원 공급 장치를 베이에 부드럽게 밀어 넣으십시오.



**그림 122. 핫 스왑 전원 공급 장치 설치**

단계 4. 전원 코드를 연결하십시오.

- 240 V DC 전원 공급 장치용:
  1. 서버를 끄십시오.
  2. 전원 공급 장치의 전원 연결선에 전원 코드의 한 쪽 끝부분에 연결하십시오.
  3. 제대로 접지된 전기 콘센트에 전원 코드의 다른 끝부분을 연결하십시오.
- AC 전원 공급 장치:
  1. 전원 공급 장치의 전원 연결선에 전원 코드의 한 쪽 끝부분에 연결하십시오.
  2. 제대로 접지된 전기 콘센트에 전원 코드의 다른 끝부분을 연결하십시오.
- -48V DC 전원 공급 장치용:
  1. 슬롯 일자 드라이버를 사용해서 전원 공급 단자 판에 3개의 종속 나사를 풀으십시오.
  2. 전원 공급 장치 블록 및 각 전원 코드에 있는 유형 레이블을 확인하십시오.

Type	PSU terminal block	Power cord
Input	-Vin	-Vin
Ground		GND
Output	RTN	RTN

3. 각 전원 코드 핀의 홈 부분을 위로 향하게 한 다음 핀을 전원 블록의 해당 구멍에 연결하십시오. 위의 표를 참조하여 핀이 올바른 슬롯에 연결되도록 하십시오.
4. 전원 블록에 고정 나사를 조이십시오. 나사와 코드 핀이 제자리에 고정되어 있으며 금속 부분이 보이지 않는지 확인하십시오.
5. 제대로 접지된 전기 콘센트에 케이블의 다른 끝부분을 연결하십시오. 케이블 끝이 올바른 콘센트에 연결되었는지 확인하십시오.

데모 비디오

[YouTube에서 절차 시청하기](#)

## 안전 예방 조치

전원 공급 장치를 설치 혹은 제거하기 전 안전 예방조치를 이해하고 적용하십시오.

### AC 전원 공급 장치

#### S001



위험

전원, 전화 및 통신 케이블에 흐르는 전류는 위험합니다.  
감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 모든 전원 코드를 접지된 유선 콘센트/소스에 올바르게 연결하십시오.
- 제품에 연결할 모든 장치를 유선 콘센트/소스에 올바르게 연결하십시오.
- 신호 케이블을 연결 또는 분리할 때 가능하면 한 손만 사용하십시오.
- 주위에 화기 또는 습기가 있거나 손상된 장치는 켜지 마십시오.
- 장치에 전원 코드가 여러 개 있을 수 있으며 장치에서 모든 전원을 제거하려면 전원에서 전원 코드를 모두 뽑아야 합니다.

#### S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

#### S035



경고:

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

### DC 전원 공급 장치

경고:



240 V DC 입력 (입력 범위: 180-300 V)은 중국에서만 지원됩니다.

다음 단계를 수행해서 240V DC 전원 공급 장치의 전원 코드를 안전하게 제거하십시오. 그렇지 않으면 데이터 손실 및 장비가 손상될 수 있습니다. 부적절한 작동으로 인한 손실 및 손상은 제조 보증 기간에 포함되지 않습니다.

1. 서버를 끄십시오.
2. 전원에서 전원 코드 연결을 끊으십시오.
3. 전원 공급 장치에서 전원 코드를 분리하십시오.

### S035



**경고:**

전원 공급 장치의 덮개나 이 레이블이 부착된 부품을 분해하지 마십시오. 이 레이블이 부착된 구성 요소의 내부에는 위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 이러한 구성 요소의 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 위와 같은 레이블이 부착된 부품의 고장이 의심스러운 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

### S019



**경고:**

장치의 전원 제어 버튼은 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 이 장치는 DC 전원에 둘 이상 연결되어 있을 수도 있습니다. 장치에서 모든 전류를 제거하려면 DC 전원 입력 단자에서 DC 전원 연결이 모두 분리되었는지 확인하십시오.

### S029



위험

-48V DC 전원 공급 장치의 경우 전원 코드에 흐르는 전류가 위험합니다. 감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 중복 전원 공급 장치를 제거/설치해야 하는 경우 -48V DC 전원 코드를 연결하거나 분리하려면 다음을 수행하십시오.

제품을 연결하려면 다음을 수행하십시오.

1. 해당하는 DC 전원 소스 및 이 제품에 연결된 장치의 전원을 끕니다.
2. 전원 공급 장치를 시스템 하우징에 설치합니다.
3. 제품에 DC 전원 코드를 연결합니다.
  - -48V DC 연결의 올바른 극성을 확인합니다.  
RTN: 양극, -Vin(일반 -48V) DC: 음극. 접지가 아주 잘 연결되어야 합니다.
4. DC 전원 코드를 해당하는 전원 소스에 연결합니다.
5. 모든 전원 소스를 켭니다.

제품을 분리하려면 다음을 수행하십시오.

1. 전원 공급 장치를 제거하기 전에 차단기에서 해당 DC 전원 소스를 분리하거나 끕니다.
2. 해당 DC 코드를 제거하고 전원 코드의 와이어 터미널이 절연되어 있는지 확인합니다.
3. 시스템 하우징에서 해당 전원 공급 장치의 플러그를 뽑습니다.

---

## 랙에 서버 설치

랙에 서버를 설치하려면 서버를 설치할 레일에 대한 레일 설치 키트에 제공된 지시사항을 따르십시오.

---

## 서버 케이블 연결

외부 케이블을 모두 서버에 연결하십시오. 일반적으로 서버를 전원, 데이터 네트워크 및 스토리지에 연결하고 관리 네트워크에도 연결해야 합니다.

서버를 전원에 연결하십시오.

서버를 네트워크에 연결하십시오.

서버를 스토리지 장치에 연결하십시오.

---

## 서버 전원 켜기

서버가 입력 전원에 연결되면 간단한 자체 테스트(시스템 상태 LED가 빠르게 깜박임)를 수행한 후 대기 상태(전원 상태 LED가 초당 한 번 깜박임)가 됩니다.

다음과 같은 방법으로 서버를 켤 수 있습니다(전원 LED 켜짐).

- 전원 버튼을 누를 수 있습니다.
- 서버는 Lenovo XClarity Essentials OneCLI, IPMITool 또는 SSH CLI를 통해 Lenovo XClarity Controller에 전송된 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다.

예를 들어 서버 전원을 켜려면 Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 다음 명령을 실행하십시오.

```
OneCli.exe ospower turnon --bmc <userid>:<password>@<host>
```

ospower 명령 실행에 대한 자세한 내용은 [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_ospower\\_command.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_ospower_command.html)의 내용을 참조하십시오.

시스템 UEFI 전원 정책이 "항상 켜기"로 설정된 경우 AC 전원이 연결되면 시스템 전원이 자동으로 켜집니다.

서버 전원 끄기에 대한 정보는 "[서버 전원 끄기](#)" 239페이지의 내용을 참조하십시오.

---

## 서버 설치 확인

서버의 전원을 켜 후 LED가 켜져 있고 녹색인지 확인하십시오.

---

## 서버 전원 끄기

서버는 전원에 연결되어 있을 때 대기 상태를 유지하므로 BMC는 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다. 서버의 모든 전원을 끄려면(전원 상태 LED 꺼짐) 모든 전원 케이블을 제거해야 합니다.

서버를 대기 상태로 두려면(전원 상태 LED가 초당 1회 깜박임) 다음을 수행하십시오.

참고: Lenovo XClarity Controller에서는 위험한 시스템 오류에 대한 자동 응답으로 서버를 대기 상태로 둘 수 있습니다.

- 운영 체제를 사용하여 정상적인 종료를 시작하십시오(운영 체제에서 지원되는 경우).
- 전원 버튼을 눌러서 정상적인 종료를 시작하십시오(운영 체제에서 지원되는 경우).
- 강제 종료하려면 전원 버튼을 4초 이상 누르십시오.
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI, IPMITool 또는 SSH CLI를 통해 Lenovo XClarity Controller에 원격 전원 끄기 명령을 전송하십시오.

대기 상태인 경우 서버는 Lenovo XClarity Controller에 전송된 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다. 서버 전원 켜기에 대한 정보는 "[서버 전원 켜기](#)" 238페이지의 내용을 참조하십시오.





---

## 제 5 장 시스템 구성

시스템을 구성하려면 다음 절차를 완료하십시오.

---

### UEFI Setup Utility 액세스

다음 지시사항을 사용하여 UEFI 설정 인터페이스에 액세스하십시오.

다음과 같이 UEFI Setup Utility에 액세스할 수 있습니다.

- Lenovo XClarity Provisioning Manager을(를) 통해 원격으로 액세스합니다.  
자세한 단계는 [UEFI 설정](#)에서 확인할 수 있습니다.
- 또는 다음 단계를 완료하여 로컬로 액세스합니다.
  1. 서버를 시작하고 Press <F1> Setup 프롬프트가 표시되면 F1을 누르십시오.
  2. 화면의 지시사항을 따르십시오.

참고:

- UEFI 암호를 설정한 경우 암호를 입력하여 전체 설정 메뉴에 액세스하십시오.
- UEFI 암호를 지우려면 시스템 보드의 스위치 1을 사용하십시오.  
자세한 정보는 [유지보수 기술 문서](#)에서 "시스템 보드 점퍼"를 참조하십시오.

---

### Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결 설정

네트워크를 통해 Lenovo XClarity Controller에 액세스하려면 먼저 Lenovo XClarity Controller에서 네트워크에 연결하는 방법을 지정해야 합니다. 네트워크 연결이 구현된 방법에 따라 고정 IP 주소를 지정해야 할 수도 있습니다.

DHCP를 사용하지 않는 경우 다음 방법으로 Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다:

- 모니터가 서버에 연결되어 있으면 Lenovo XClarity Provisioning Manager을(를) 사용하여 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다.

다음 단계에 따라 Lenovo XClarity Provisioning Manager를 사용하여 네트워크에 Lenovo XClarity Controller를 연결하십시오.

1. 서버를 시작하십시오.
2. 화면의 안내에 지정된 키를 눌러 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스를 표시하십시오. (자세한 내용은 [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.)
3. LXPM → UEFI 설정 → BMC 설정으로 이동하여 Lenovo XClarity Controller를 네트워크에 연결하는 방법을 지정합니다.
  - 고정 IP 연결을 선택하는 경우 네트워크에서 사용할 수 있는 IPv4 또는 IPv6 주소를 지정해야 합니다.
  - DHCP 연결을 선택하는 경우 서버의 MAC 주소가 DHCP 서버에 구성되어 있는지 확인하십시오.
4. 확인을 클릭하여 설정을 적용하고 2~3분 동안 기다립니다.
5. IPv4 또는 IPv6 주소를 사용하여 Lenovo XClarity Controller을(를) 연결하십시오.

**중요:** Lenovo XClarity Controller는 처음에 사용자 이름 USERID 및 암호 PASSWORD(문자 O가 아니라 숫자 0 사용)를 사용하여 설정됩니다. 이 기본 사용자 설정은 감독자 액세스 권한을 가지고 있습니다. 보안 강화를 위해 초기 구성 중에 이 사용자 이름과 암호를 변경해야 합니다.

- 모니터가 서버에 연결되어 있지 않으면 Lenovo XClarity Controller 인터페이스를 통해 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다. 노트북에서 서버 뒷면에 있는 Lenovo XClarity Controller 커넥터로 이더넷 케이블을 연결하십시오. Lenovo XClarity Controller 커넥터의 위치를 보려면 "[뒷면 보기](#)" 54페이지의 내용을 참조하십시오.

참고: 랩톱에서 IP 설정을 수정하여 서버 기본 설정과 동일한 네트워크에 있는지 확인하십시오.

기본 IPv4 주소와 IPv6 LLA(Link Local Address)는 탈착식 정보 탭에 부착된 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블에 제공됩니다.

- 모바일 장치에서 Lenovo XClarity Administrator Mobile 앱을 사용하는 경우 서버 앞면의 Lenovo XClarity Controller USB 커넥터를 통해 Lenovo XClarity Controller에 연결할 수 있습니다. Lenovo XClarity Controller USB 커넥터의 위치를 보려면 "[앞면 보기](#)" 33페이지의 내용을 참조하십시오.

참고: Lenovo XClarity Controller를 관리하도록 Lenovo XClarity Controller USB 커넥터 모드를 설정해야 합니다(일반 USB 모드 대신). 일반 모드에서 Lenovo XClarity Controller 관리 모드로 전환하려면 앞면 패널의 파란색 ID 버튼 LED가 느리게 깜박일 때까지(몇 초에 한 번 씩) 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다.

Lenovo XClarity Administrator Mobile 앱을 사용하여 연결하려면 다음을 수행하십시오.

1. 모바일 장치의 USB 케이블을 앞면 패널의 Lenovo XClarity Administrator USB 커넥터에 연결하십시오.
2. 모바일 장치에서 USB 테더링을 사용하도록 설정하십시오.
3. 모바일 장치에서 Lenovo XClarity Administrator Mobile 앱을 실행하십시오.
4. 자동 검색을 사용하지 않는 경우 USB 검색 페이지에서 검색을 클릭하여 Lenovo XClarity Controller에 연결하십시오.

Lenovo XClarity Administrator Mobile 앱 사용에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca\\_usemobileapp.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html)

---

## 펌웨어 업데이트

몇 가지 옵션은 서버의 펌웨어를 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다.

다음에 열거된 도구를 사용하여 서버와 서버에 설치되는 장치에 대한 최신 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

- 펌웨어 업데이트와 관련된 우수 사례는 다음 사이트에 있습니다.

<http://lenovopress.com/LP0656>

- 다음 사이트에서 최신 펌웨어를 찾을 수 있습니다.

<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665/7d2w/parts/downloads>

- 제품 알림을 구독하여 펌웨어 업데이트에 대한 최신 정보를 받을 수 있습니다.

<https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/solutions/ht509500>

## UpdateXpress System Packs (UXSPs)

Lenovo는 일반적으로 펌웨어를 UpdateXpress System Pack(UXSP)이라고 하는 번들로 릴리스합니다. 모든 펌웨어 업데이트가 호환되는지 확인하려면 모든 펌웨어를 동시에 업데이트해야 합니다. Lenovo XClarity Controller 및 UEFI에 대해 모두 펌웨어를 업데이트하는 경우 Lenovo XClarity Controller의 펌웨어를 먼저 업데이트하십시오.

## 업데이트 방법 용어

- **대역 내 업데이트.** 서버의 코어 CPU에서 실행되는 운영 체제 내의 도구 또는 응용 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드를 수행합니다.
- **대역 외 업데이트.** Lenovo XClarity Controller에서 업데이트를 수집한 후 대상 서브시스템 또는 장치에 대한 업데이트를 지시하는 방식으로 설치 또는 업데이트를 수행합니다. 대역 외 업데이트는 코어 CPU에서 실행하는 운영 체제에 종속되지 않습니다. 하지만 대부분의 대역 외 작업에서는 서버가 S0(작업) 전원 상태여야 합니다.
- **대상에서 업데이트.** 대상 서버 자체에서 실행되는 설치된 운영 체제에서 설치 또는 업데이트가 시작됩니다.
- **대상 외부에서 업데이트.** 서버의 Lenovo XClarity Controller와 직접 상호 작용하는 컴퓨팅 장치에서 설치 또는 업데이트가 시작됩니다.
- **UpdateXpress System Pack(UXSP).** UXSP는 상호 의존적인 수준의 기능, 성능 및 호환성을 제공하도록 지정 및 테스트된 번들 업데이트입니다. UXSP는 서버 시스템 유형별로 제공되며 특정 Windows Server, RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 및 SLES(SUSE Linux Enterprise Server) 운영 체제 분배를 지원하도록 빌드되었습니다(펌웨어 및 장치 드라이버 업데이트 제공). 시스템 유형별 펌웨어 전용 UXSP도 사용할 수 있습니다.

## 펌웨어 업데이트 도구

펌웨어 설치 및 설정에 사용하는 데 가장 적합한 Lenovo 도구를 결정하려면 다음 표를 참조하십시오.

도구	지원되는 업데이트 방법	핵심 시스템 펌웨어 업데이트	I/O 장치 펌웨어 업데이트	GUI(그래픽 사용자 인터페이스)	명령줄 인터페이스	UXSP 지원
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	대역 내 <sup>2</sup> 대상에서	✓		✓		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	대역 외 대상 외부에서	✓	선택한 I/O 장치	✓		
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	대역 내 대역 외 대상에서 대상 외부에서	✓	모든 I/O 장치		✓	✓
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	대역 내 대역 외 대상에서 대상 외부에서	✓	모든 I/O 장치	✓		✓
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	대역 내 대역 외 대상 외부에서	✓	모든 I/O 장치	✓ (BoMC 응용 프로그램)	✓ (BoMC 응용 프로그램)	✓

도구	지원되는 업데이트 방법	핵심 시스템 펌웨어 업데이트	I/O 장치 펌웨어 업데이트	GUI(그래픽 사용자 인터페이스)	명령줄 인터페이스	UXSP 지원
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	대역 내 <sup>1</sup> 대역 외 <sup>2</sup> 대상 외부에서	✓	모든 I/O 장치	✓		✓
VMware vCenter용 Lenovo XClarity Integrator(LXCI)	대역 외 대상 외부에서	✓	선택한 I/O 장치	✓		
Microsoft Windows Admin Center용 Lenovo XClarity Integrator(LXCI)	대역 내 대역 외 대상에서 대상 외부에서	✓	모든 I/O 장치	✓		✓
Microsoft System Center Configuration Manager용 Lenovo XClarity Integrator(LXCI)	대역 내 대상에서	✓	모든 I/O 장치	✓		✓
참고: 1. I/O 펌웨어 업데이트용. 2. BMC 및 UEFI 펌웨어 업데이트용.						

#### • Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 Lenovo XClarity Controller 펌웨어, UEFI 펌웨어 및 Lenovo XClarity Provisioning Manager 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

참고: 기본적으로 Lenovo XClarity Provisioning Manager 그래픽 사용자 인터페이스는 서버를 시작하고 화면의 안내에 지정된 키를 누르면 표시됩니다. 기본값을 텍스트 기반 시스템 설정으로 변경한 경우에는 텍스트 기반 시스템 설정 인터페이스에서 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 불러올 수 있습니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Provisioning Manager 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "펌웨어 업데이트" 섹션([https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)).

#### • Lenovo XClarity Controller

특정 업데이트를 설치해야 하는 경우 특정 서버에 Lenovo XClarity Controller 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

참고:

- Windows 또는 Linux를 통해 대역 내 업데이트를 수행하려면, 운영 체제 드라이버를 설치하고 Ethernet-over-USB(LAN over USB라고도 함) 인터페이스를 사용해야 합니다.

USB를 통한 이더넷 구성에 관한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 XCC 설명서 버전의 "USB를 통한 이더넷 구성" 섹션([https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc\\_frontend/lxcc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html))

- Lenovo XClarity Controller를 통해 펌웨어를 업데이트하는 경우 서버에서 실행 중인 운영 체제 용 최신 장치 드라이버를 다운로드하여 설치했는지 확인하십시오.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Controller 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오. 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "서버 펌웨어 업데이트" 섹션([https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc\\_frontend/lxcc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html))

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI는 Lenovo 서버를 관리하는 데 사용할 수 있는 명령줄 응용 프로그램 모음입니다. 해당 업데이트 응용 프로그램을 사용하여 서버의 펌웨어 및 장치 드라이버를 업데이트할 수 있습니다. 업데이트는 서버의 호스트 운영 체제(대역 내)에서 또는 서버의 BMC(대역 외)를 통해 원격으로 수행할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolset\\_cli\\_lenovo/onecli\\_c\\_update.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolset_cli_lenovo/onecli_c_update.html)

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 통해 대부분의 OneCLI 업데이트 기능을 제공합니다. 이를 사용하여 UXSP(UpdateXpress System Pack) 업데이트 패키지 및 개별 업데이트를 획득하고 배포할 수 있습니다. UpdateXpress System Pack에는 Microsoft Windows 및 Linux용 펌웨어와 장치 드라이버 업데이트가 포함됩니다.

다음 위치에서 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress를 얻을 수 있습니다.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator를 사용하여 지원되는 서버의 펌웨어 업데이트, VPD 업데이트, 인벤토리 및 FFDC 컬렉션, 고급 시스템 구성, FoD 키 관리, 보안 지우기, RAID 구성 및 진단에 적합한 부팅 가능한 미디어를 만들 수 있습니다.

Lenovo XClarity Essentials BoMC는 다음 위치에서 구할 수 있습니다.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator를 사용하여 여러 서버를 관리하는 경우 인터페이스를 통해 모든 관리되는 서버의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 펌웨어 준수 정책을 관리되는 엔드포인트에 할당하여 펌웨어 관리가 간소화됩니다. 준수 정책을 만들어 관리되는 엔드포인트에 할당하는 경우 Lenovo XClarity Administrator는 해당 엔드포인트에 대한 인벤토리 변경 사항을 모니터링합니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Administrator 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update\\_fw.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)

- **Lenovo XClarity Integrator 오픈링**

Lenovo XClarity Integrator 오픈링은 Lenovo XClarity Administrator 및 서버의 관리 기능과 VMware vCenter, Microsoft Admin Center 또는 Microsoft System Center와 같은 특정 배포 인프라에서 사용되는 소프트웨어를 통합할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Integrator 제품 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

[https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci_product_page.html)

---

## 펌웨어 구성

BMC 웹 인터페이스 (Lenovo XClarity Controller) 또는 명령줄 인터페이스로 서버의 관리 프로 세서를 구성할 수 있습니다.

Lenovo XClarity Controller을(를) 사용한 서버 구성에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 XCC 설명서의 "서버 구성" 섹션([https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc\\_frontend/lxcc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html)).

---

## 메모리 구성

메모리 성능은 메모리 모드, 메모리 속도, 메모리 랭크, 메모리 구성 및 프로세서 같은 몇 가지 변수에 따라 다릅니다.

메모리 성능 최적화 및 메모리 구성에 대한 자세한 정보는 다음의 Lenovo Press 웹 사이트에 있습니다.

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

또한 다음 사이트에 있는 메모리 구성 프로그램을 이용할 수 있습니다.

[http://lconfig.lenovo.com/#/memory\\_configuration](http://lconfig.lenovo.com/#/memory_configuration)

참고: "[DIMM 배열 규칙](#)" 24페이지의 설치 규칙 및 순서를 준수하십시오.

---

## RAID 어레이 구성

RAID(Redundant Array of Independent Disk)를 이용한 데이터 저장은 여전히 서버의 스토리지 성능, 가용성 및 용량을 가장 일반적이고 비용 효율적으로 늘릴 수 있는 방법입니다.

RAID는 여러 드라이브가 I/O 요청을 동시에 처리하도록 하여 성능을 늘립니다. RAID는 정상 작동하는 드라이브의 데이터를 사용하여 오류가 발생한 드라이브의 누락된 데이터를 재구성(재작성)하여 드라이브 결함이 발생하는 경우의 데이터 손실을 방지할 수 있습니다.

RAID 배열(RAID 드라이브 그룹이라고도 함)은 드라이브 간에 데이터를 분배하는 특정한 공통 방법을 사용하는 물리적 드라이브 여러 개로 이루어진 그룹입니다. 가상 드라이브(가상 디스크 또는 논리 드라이브라고도 함)는 드라이브의 연속적인 데이터 세그먼트로 구성된 드라이브 그룹의 파티션입니다. 가상 드라이브는 호스트 운영 체제에 OS 논리 드라이브 또는 볼륨을 만들도록 파티션할 수 있는 물리적 디스크로 제공됩니다.

RAID에 대한 소개는 다음 Lenovo Press 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

<https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

RAID 관리 도구 및 리소스에 대한 자세한 정보는 다음의 Lenovo Press 웹 사이트에 있습니다.

<https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>





---

## 운영 체제 배포

하나 이상의 서버에 운영 체제를 배포하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.

### 사용 가능한 운영 체제

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

사용 가능한 운영 체제의 전체 목록: <https://lenovopress.com/osig>.

### 도구 기반 배포

- 다중 서버 컨텍스트

사용 가능한 도구:

- Lenovo XClarity Administrator  
[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute\\_node\\_image\\_deployment.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html)
  - Lenovo XClarity Essentials OneCLI  
[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsetcli\\_lenovo/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsetcli_lenovo/onecli_r_uxspi_proxy_tool.html)
  - SCCM용 Lenovo XClarity Integrator 배포 팩(Windows 운영 체제 전용)  
[https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci\\_deploypack\\_sccm.doc/dpsccm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci_deploypack_sccm.doc/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario.html)
- 단일 서버 컨텍스트
- 사용 가능한 도구:
- Lenovo XClarity Provisioning Manager  
서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "OS 설치" 섹션([https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html))
  - Lenovo XClarity Essentials OneCLI  
[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsetcli\\_lenovo/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsetcli_lenovo/onecli_r_uxspi_proxy_tool.html)
  - SCCM용 Lenovo XClarity Integrator 배포 팩(Windows 운영 체제 전용)  
[https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci\\_deploypack\\_sccm.doc/dpsccm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci_deploypack_sccm.doc/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario.html)

### 수동 배포

위의 도구에 액세스할 수 없는 경우 아래 지침에 따라 해당하는 OS 설치 가이드를 다운로드하고 가이드를 참조하여 운영 체제를 수동으로 배포하십시오.

1. <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os> 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 운영 체제를 선택하고 Resources(리소스)를 클릭하십시오.
3. "OS 설치 가이드" 영역을 찾아 설치 지침을 클릭하십시오. 그런 다음 지침에 따라 운영 체제 배포 작업을 완료합니다.

---

## UUID(Universal Unique Identifier) 업데이트

선택적으로 UUID(Universal Unique Identifier)를 업데이트할 수 있습니다.

UUID를 업데이트할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

- Lenovo XClarity Provisioning Manager에서

Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 UUID를 업데이트하는 경우:

1. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르십시오. (자세한 내용은 [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm\\_frontend/ixpm\\_product\\_page.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm_frontend/ixpm_product_page.html)에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 기본적으로 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스가 표시됩니다.
2. 시동 관리자 암호가 필요한 경우 암호를 입력합니다.
3. 시스템 요약 페이지에서 VPD 업데이트를 클릭하십시오.
4. UUID를 업데이트하십시오.

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서

Lenovo XClarity Essentials OneCLI는 Lenovo XClarity Controller에서 UUID를 설정합니다. 다음 방식 중 하나를 선택하여 Lenovo XClarity Controller에 액세스하고 UUID를 설정하십시오.

- 대상 시스템(예: LAN 또는 KCS(키보드 콘솔 스타일) 액세스)에서 작동
- 대상 시스템에 원격으로 액세스(TCP/IP 기반)

Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 UUID를 업데이트하는 경우:

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하고 설치하십시오.  
Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 다운로드하려면 다음 사이트로 이동하십시오.  
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
2. 다른 필수 파일도 포함되어 있는 OneCLI 패키지를 복사하고 서버에 압축을 풉니다. OneCLI 및 필수 파일을 동일한 디렉토리에 압축을 풀어야 합니다.
3. OneCLI를 설치한 후에 다음 명령 구문을 입력하여 DMI를 설정하십시오.

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> [access_method]
```

변수 설명:

*<uuid\_value>*

사용자가 최고 16바이트 16진수 값까지 지정합니다.

*[access\_method]*

다음 방식 중에서 사용하기 위해 선택한 액세스 방식입니다.

- 온라인 인증 LAN 액세스, 다음 명령을 입력하십시오.

사용자 ID 및 암호 기본값을 사용하지 않는 예:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> --user <user_id>  
--password <password>
```

사용자 ID 및 암호 기본값을 사용하는 예:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value>
```

- 온라인 KCS 액세스(미인증 및 사용자 제한):

이 액세스 방식을 사용하면 *access\_method*의 값을 지정하지 않아도 됩니다.

예:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value>
```

참고: KCS 액세스 방법은 IPMI 드라이버를 설치해야 하는 IPMI/KCS 인터페이스를 사용합니다.

- 원격 LAN 액세스, 다음 명령을 입력하십시오.

참고: 클라이언트에서 Lenovo XClarity Controller에 액세스하기 위해 원격 LAN/WAN 액세스 방법을 사용하는 경우, *host* 및 *xcc\_external\_ip* 주소는 필수 매개변수입니다.

```
[--imm xcc_user_id:xcc_password@xcc_external_ip]
```

또는

```
[--bmc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external_ip]
```

변수 설명:

*xcc\_external\_ip*

BMC/IMM/XCC IP 주소입니다. 기본값은 없습니다. 이 매개 변수는 필수입니다.

*xcc\_user\_id*

BMC/IMM/XCC 계정 이름(12개의 계정 중 하나). 기본값은 USERID입니다.

*xcc\_password*

BMC/IMM/XCC 계정 암호(12개의 계정 중 하나). 기본값은 PASSWORD(알파벳 O가 아니라 숫자 0)입니다.

참고: BMC, IMM 또는 XCC 외부 IP 주소, 계정 이름 및 암호는 모두 이 명령에 유효합니다.

사용자 ID 및 암호 기본값을 사용하는 예:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value>
```

4. Lenovo XClarity Controller를 다시 시작하십시오.
5. 서버를 다시 시작하십시오.

---

## DMI/SMBIOS 데이터 업데이트

시스템 보드를 교체하면 DMI(Desktop Management Interface)를 업데이트해야 합니다. Lenovo XClarity Provisioning Manager을(를) 사용하여 UEFI 기반 서버에서 DMI를 업데이트하십시오.

1. 서버를 시작한 후 F11을 눌러 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스를 표시하십시오.
2. 시스템 요약 페이지에서 VPD 업데이트를 클릭하십시오.
3. 자산 태그 정보를 업데이트하십시오.

---

## 서버 구성 백업

서버를 설정하거나 구성을 변경한 후에는 전체 서버 구성을 백업하는 것이 좋습니다.

다음 서버 구성 요소에 대한 백업을 만드십시오.

- 관리 프로세서

Lenovo XClarity Controller 인터페이스를 통해 관리 프로세서 구성을 백업할 수 있습니다. 관리 프로세서 구성에 대한 백업과 관련된 세부 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 XCC 설명서의 "BMC 구성 백업" 섹션([https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc\\_frontend/lxccc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html)).

대신에 Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 `save` 명령을 사용하여 모든 구성 설정의 백업을 작성할 수 있습니다. `save` 명령에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsetcli\\_lenovo/onecli\\_r\\_save\\_command.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsetcli_lenovo/onecli_r_save_command.html)

- 운영 체제

사용자의 백업 방법을 사용하여 서버의 운영 체제 및 사용자 데이터를 백업하십시오.

## 제 6 장 설치 문제 해결

다음 정보를 사용하여 시스템을 설정할 때 발생할 수 있는 문제점을 해결하십시오.

이 섹션의 정보를 사용해 서버를 최초로 설치 및 설정하는 동안 겪을 수 있는 문제를 진단 및 해결하십시오.

- "서버 전원이 켜지지 않음" 253페이지
- "서버가 켜지면 즉시 서버에 POST Event Viewer가 표시됨" 253페이지
- "부팅 목록에 내장 하이퍼바이저 없음" 253페이지
- "서버가 하드 드라이브를 인식할 수 없음" 254페이지
- "표시된 시스템 메모리가 설치된 실제 메모리보다 적음" 255페이지
- "방금 장착한 Lenovo 옵션 장치가 작동하지 않음" 255페이지
- "전압 플래너 결함이 이벤트 로그에 표시됨" 255페이지

### 서버 전원이 켜지지 않음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 이벤트 로그에서 전원이 켜지지 않은 서버와 관련된 이벤트를 확인하십시오.
2. 황색으로 깜박이는 LED가 있는지 확인하십시오.
3. 시스템 보드에서 전원 LED를 찾으십시오.
4. AC 전원 LED가 켜져 있는지 또는 PSU 후면에서 황색 LED가 켜져 있는지 확인하십시오.
5. 시스템의 AC 전원을 껐다 켜십시오.
6. CMOS 배터리를 제거한 상태로 10초 이상 있다가 CMOS 배터리를 다시 설치하십시오.
7. XCC에서 IPMI 명령을 사용하거나 전원 버튼을 사용하여 시스템 전원을 켜십시오.
8. 최소 구성(어댑터 및 드라이브가 설치되지 않은 상태에서 프로세서 1개, DIMM 1개 및 PSU 1개 설치)을 구현하십시오.
9. 모든 전원 공급 장치를 다시 장착하고 PSU 후면의 AC LED가 켜져 있는지 확인하십시오.
10. 각 전원 공급 장치를 교체하고 각각을 다시 설치한 후 전원 버튼 기능을 확인하십시오.
11. 위의 조치로 문제를 해결할 수 없는 경우 서비스 센터에 문의하여 문제 증상을 검토하고 시스템 보드 교체가 필요한지 확인하십시오.

### 서버가 켜지면 즉시 서버에 POST Event Viewer가 표시됨

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. Lightpath 진단 LED로 표시되는 모든 오류를 정정하십시오.
2. 서버가 모든 프로세서를 지원하는지와 프로세서의 속도 및 캐시 크기가 일치하는지를 확인하십시오.  
시스템 설정에서 프로세서 정보를 볼 수 있습니다.  
서버에 대해 프로세서가 지원되는지 여부를 판단하려면 <https://serverproven.lenovo.com/>의 내용을 참조하십시오.
3. (숙련된 기술자 전용) 프로세서 1이 올바르게 위치되어 있는지 확인하십시오.
4. (숙련된 기술자 전용) 프로세서 2를 제거하고 서버를 다시 시작하십시오.
5. 서버를 다시 시작할 때마다 다음 구성 요소를 표시된 순서대로 한 번에 하나씩 교체하십시오.
  - a. (숙련된 기술자 전용) 프로세서
  - b. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드

### 부팅 목록에 내장 하이퍼바이저 없음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 최근에 서버를 설치, 이동 또는 수리하거나 내장 하이퍼바이저를 처음 사용하는 경우 장치가 올바르게 연결되어 있고 커넥터에 물리적인 손상이 없는지 확인하십시오.
2. 설정 및 구성 정보는 옵션 내장 하이퍼바이저 플래시 장치와 함께 제공되는 문서를 참조하십시오.

3. <https://serverproven.lenovo.com/>을 검사하여 내장 하이퍼바이저 장치가 서버에 지원되는지 확인하십시오.
4. 내장 하이퍼바이저 장치가 사용 가능한 부트 옵션의 목록에 열거되어 있는지 확인하십시오. 관리 컨트롤러 인터페이스에서 서버 구성 → 부팅 옵션을 클릭하십시오.  
관리 컨트롤러 사용자 인터페이스에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc\\_frontend/lxccc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html)에서 서버와 호환되는 XCC 설명서 버전의 "XClarity Controller 웹 인터페이스 열기 및 사용" 섹션을 참조하십시오.
5. 내장 하이퍼바이저 및 서버와 관련된 기술 팁(서비스 게시판)은 <http://datacentersupport.lenovo.com>을 확인하십시오.
6. 서버가 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 다른 소프트웨어가 컴퓨팅 노드에서 작동하는지 확인하십시오.

## 서버가 하드 드라이브를 인식할 수 없음

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 관련 노란색 하드 디스크 드라이브 상태 LED를 관찰하십시오. LED가 켜지면 드라이브에 결함이 있음을 나타냅니다.
2. 상태 LED가 켜지면 베이에서 드라이브를 제거하고 45초간 기다렸다가 드라이브를 다시 삽입하고 드라이브 어셈블리가 하드 디스크 드라이브 백플레인에 연결되었는지 확인하십시오.
3. 연관된 녹색 하드 디스크 드라이브 활동 LED와 노란색 상태 LED를 관찰하고 다른 상황에서 해당 작업을 수행하십시오.
  - 녹색 활동 LED가 깜박이고 노란색 상태 LED가 켜지지 않으면 드라이브가 컨트롤러에서 인식되고 올바르게 작동하고 있습니다. 하드 디스크 드라이브에 진단 테스트를 실행하십시오. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르면 기본적으로 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스가 표시됩니다. (자세한 내용은 [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 이 인터페이스에서 하드 드라이브 진단을 수행할 수 있습니다. 진단 페이지에서 진단 실행 → HDD test/디스크 드라이브 테스트를 클릭하십시오.
  - 녹색 활동 LED가 깜박이고 노란색 상태 LED가 천천히 깜박이면 드라이브가 컨트롤러에서 인식되고 다시 빌드되고 있습니다.
  - LED가 켜지지도 깜박이지도 않으면 하드 디스크 드라이브 백플레인이 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 자세한 내용을 보려면 4단계로 이동하십시오.
  - 녹색 활동 LED가 깜박이고 노란색 상태 LED가 켜지면 드라이브를 교체하십시오. LED의 활동이 그대로면 하드 디스크 드라이브 문제 단계로 이동하십시오. LED의 활동이 변하면 1단계로 돌아가십시오.
4. 하드 디스크 드라이브 백플레인이 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오. 올바르게 자리 잡은 경우 백플레인을 휘게 하거나 움직이게 하는 일 없이 드라이브 어셈블리가 백플레인에 제대로 연결됩니다.
5. 백플레인 전원 케이블을 다시 연결하고 1단계~3단계를 반복하십시오.
6. 백플레인 신호 케이블을 다시 연결하고 1단계~3단계를 반복하십시오.
7. 백플레인 신호 케이블 또는 백플레인이 의심되는 경우 다음과 같이 하십시오.
  - 해당 백플레인 신호 케이블을 교체하십시오.
  - 해당 백플레인을 교체하십시오.
8. 하드 디스크 드라이브에 진단 테스트를 실행하십시오. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르면 기본적으로 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스가 표시됩니다. (자세한 내용은 [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.) 이 인터페이스에서 하드 드라이브 진단을 수행할 수 있습니다. 진단 페이지에서 진단 실행 → HDD test/디스크 드라이브 테스트를 클릭하십시오.  
해당 테스트를 기반으로 하여 다음을 수행하십시오.
  - 백플레인이 테스트를 통과하지만 드라이브가 인식되지 않는 경우 백플레인 신호 케이블을 교체하고 테스트를 다시 실행하십시오.
  - 해당 백플레인을 교체하십시오.
  - 어댑터가 테스트를 통과한 경우 어댑터에서 백플레인 신호 케이블을 분리하고 테스트를 다시 실행하십시오.

- 어댑터가 테스트에 실패한 경우 어댑터를 교체하십시오.

## 표시된 시스템 메모리가 설치된 실제 메모리보다 적음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

**참고:** DIMM을 설치 또는 제거할 때마다 전원에서 서버를 분리해야 합니다. 그런 다음 서버를 다시 시작하기 전에 10초간 기다리십시오.

1. 다음을 확인하십시오.
  - 동일한 채널에서는 다른 공급업체의 메모리 모듈이 지원되지 않습니다.
  - 오퍼레이터 정보 패널에 오류 LED가 켜져 있지 않아야 합니다.
  - 시스템 보드에 DIMM 오류 LED가 켜져 있지 않아야 합니다.
  - 메모리 미러링 채널은 불일치의 원인이 되지 않습니다.
  - 메모리 모듈이 올바르게 설치되어 있어야 합니다.
  - 올바른 유형의 메모리를 설치해야 합니다.
  - 메모리를 변경한 경우 Setup Utility에서 메모리 구성을 업데이트해야 합니다.
  - 모든 메모리 뱅크가 사용 가능해야 합니다. 서버에서 문제를 감지하면 메모리 뱅크를 자동으로 사용하지 못하도록 설정하거나, 아니면 수동으로 사용하지 못하도록 설정할 수 있습니다.
  - 서버가 최소 메모리 구성일 때 메모리 불일치가 없어야 합니다.
2. DIMM을 다시 장착한 다음 서버를 다시 시작하십시오.
3. 메모리 모듈 진단 프로그램을 실행하십시오. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르면 기본적으로 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스가 표시됩니다. 이 인터페이스에서 메모리 진단을 수행할 수 있습니다. 진단 페이지에서 진단 실행 → 메모리 테스트를 클릭하십시오.
4. POST 오류 로그를 확인하십시오.
  - SMI(Systems-Management Interrupt)에 의해 DIMM을 사용할 수 없는 경우 DIMM을 교체하십시오.
  - 사용자 또는 POST에 의해 DIMM을 사용할 수 없는 경우 DIMM을 다시 설치한 후 Setup Utility를 실행하고 DIMM을 사용할 수 있도록 설정하십시오.
5. DIMM을 다시 설치하십시오.
6. 서버를 다시 시작하십시오.

## 방금 장착한 Lenovo 옵션 장치가 작동하지 않음

1. 다음을 확인하십시오.
  - 장치가 서버에서 지원됩니다(<https://serverproven.lenovo.com/> 참조).
  - 장치와 함께 제공된 설치 지시사항에 따라 장치를 올바르게 설치해야 합니다.
  - 설치된 다른 장치 또는 케이블이 느슨하지 않아야 합니다.
  - 시스템 설정에서 구성 정보를 업데이트해야 합니다. 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 키를 누르면 Setup Utility가 표시됩니다. 메모리 또는 다른 장치가 변경될 때마다 구성을 업데이트해야 합니다.
2. 방금 설치한 장치를 다시 장착하십시오.
3. 방금 설치한 장치를 교체하십시오.
4. 케이블 연결을 다시 장착하고 케이블에 물리적 손상이 없는지 확인하십시오.
5. 케이블이 손상된 경우에는 케이블을 교체하십시오.

## 전압 플래너 결함이 이벤트 로그에 표시됨

문제가 해결되기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 최소 구성으로 되돌리십시오. 필요한 최소 프로세서 및 DIMM 수에 대해서는 "[기술 사양 7페이지](#)"의 내용을 참조하십시오.
2. 시스템을 다시 시작하십시오.
  - 시스템이 다시 시작되면 제거한 각 항목을 한 번에 하나씩 추가하면서 오류가 발생할 때까지 시스템을 매번 다시 시작하십시오. 오류가 발생한 항목을 되돌리십시오.
  - 시스템이 다시 시작되지 않으면 시스템 보드의 이상을 생각해 보십시오.





---

## 부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기

도움말, 서비스 또는 기술 지원이 필요하거나 Lenovo 제품에 대한 자세한 정보를 원하는 경우 도움이 되는 다양한 정보를 Lenovo에서 구할 수 있습니다.

World Wide Web에서 Lenovo 시스템, 옵션 장치, 서비스 및 지원에 관한 최신 정보를 얻을 수 있는 웹 사이트:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

참고: 다음은 IBM 웹 사이트에 대한 참조 및 서비스 확보에 관한 정보를 제공합니다. IBM은 ThinkSystem에 대해 Lenovo가 선호하는 서비스 공급자입니다.

---

### 기술 팁

Lenovo는 지원 웹사이트를 계속해서 업데이트하여, 서버와 관련해 겪을 수 있는 문제를 해결하도록 최신 팁 및 기술을 제공합니다. 이러한 기술 팁(유지 팁 또는 서비스 게시판이라고도 함)은 서버 작동과 관련된 문제를 해결하거나 임시로 해결할 수 있는 절차를 제공합니다.

서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면

1. <http://datacentersupport.lenovo.com>으로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 How To's(방법)를 클릭하십시오.
3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution(솔루션)을 클릭하십시오.

화면의 지시 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.

---

### 보안 권고사항

Lenovo는 고객과 고객의 데이터를 보호하기 위해 최고 수준의 보안 표준을 준수하는 제품과 서비스를 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 잠재적인 취약점이 보고되면 솔루션 제공을 위해 본사가 노력할 때 고객이 경감 계획을 수립할 수 있도록 Lenovo PSIRT(제품 보안 사고 대응팀)는 이를 조사하고 고객에게 정보를 제공할 책임이 있습니다.

현재 권고사항 목록은 다음 위치에서 제공됩니다.

[https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)

---

### 문의하기 전에

문의하기 전에 직접 문제를 시도 및 해결하도록 시도할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다. 도움을 요청해야 한다고 결정하는 경우 서비스 기술자가 보다 신속하게 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 수집하십시오.

#### 직접 문제를 해결하기 위한 시도

온라인 도움말 또는 Lenovo 제품 문서에서 Lenovo가 제공하는 문제 해결 절차에 따라 외부 지원 없이 많은 문제를 해결할 수 있습니다. Lenovo 제품 문서는 사용자가 수행할 수 있는 진단 테스트에 대해서도 설명합니다. 대부분의 시스템, 운영 체제 및 프로그램에는 문제 해결 절차와 오류 메시지 및 오류 코드에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 소프트웨어 문제가 의심되면 운영 체제 또는 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.

ThinkSystem 제품에 대한 제품 설명서는 다음 위치에서 제공됩니다.

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>

다음 단계를 수행하여 직접 문제를 해결하도록 시도할 수 있습니다.

- 케이블이 모두 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 스위치를 검사하여 시스템과 옵션 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- Lenovo 제품에 대한 업데이트된 소프트웨어, 펌웨어 및 운영 체제 장치 드라이버를 확인하십시오. Lenovo Warranty 사용 약관에 따르면 추가 유지보수 계약이 적용되지 않는 한 제품의 모든 소프트웨어 및 펌웨어를 유지하고 업데이트할 책임은 제품의 소유자에게 있습니다. 서비스 기술자는 소프트웨어 업그레이드에 문제에 대한 솔루션이 문서화되어 있을 경우 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드하도록 요청할 것입니다.
- 사용자 환경에서 새 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치한 경우, <https://serverproven.lenovo.com/>의 내용을 확인하여 제품에 해당 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되는지 확인하십시오.
- <http://datacentersupport.lenovo.com>의 내용을 참조하여 문제 해결에 도움이 되는 정보를 확인하십시오.
  - 다른 사람이 유사한 문제를 겪었는지 확인하려면 [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg)에서 Lenovo 포럼을 확인하십시오.

## 지원 담당자를 호출하는 데 필요한 정보 수집

본 Lenovo 제품에 대한 보증 서비스가 필요한 경우, 전화하기 전에 적절한 정보를 준비해 두면 서비스 기술자가 보다 효율적으로 지원할 수 있습니다. <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>으로 이동하여 제품 보증서에 대한 자세한 정보를 볼 수도 있습니다.

서비스 기술자에게 제공할 다음 정보를 수집하십시오. 이 데이터는 서비스 기술자가 문제에 대한 솔루션을 신속하게 제공하며 사용자가 계약한 수준의 서비스를 받는 데 도움이 됩니다.

- 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 계약 번호(해당되는 경우)
- 시스템 유형 번호(Lenovo 4자리 시스템 ID)
- 모델 번호
- 일련 번호
- 현재 시스템 UEFI 및 펌웨어 수준
- 오류 메시지 및 로그와 같은 기타 관련 정보

Lenovo 지원팀에 전화로 문의하는 대신 <https://support.lenovo.com/servicerequest>로 이동하여 전자 서비스 요청을 제출할 수 있습니다. 전자 서비스 요청을 제출하면 서비스 기술자에게 관련 정보를 제공하여 이 문제에 대한 솔루션을 결정하는 프로세스가 시작됩니다. Lenovo 서비스 기술자는 전자 서비스 요청을 작성하여 제출하면 바로 솔루션에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.

## 서비스 데이터 수집

서버 문제의 근본 원인을 분명하게 식별하려고 하는 경우 또는 Lenovo 지원팀의 요청이 있을 때, 추가 분석에 사용해야 할 수 있는 서비스 데이터를 수집해야 할 수 있습니다. 서비스 데이터에는 이벤트 로그 및 하드웨어 인벤토리 같은 정보가 포함됩니다.

서비스 데이터는 다음 도구를 통해 수집할 수 있습니다.

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager의 서비스 데이터 수집 기능을 사용하여 시스템 서비스 데이터를 수집합니다. 기존 시스템 로그 데이터를 수집하거나 새 진단을 실행하여 새 데이터를 수집할 수 있습니다.

- Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 CLI를 사용해 서버에 대한 서비스 데이터를 수집할 수 있습니다. 파일을 저장하여 Lenovo 지원팀에 보낼 수 있습니다.

- 웹 인터페이스를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 서버와 호환되는 XCC 설명서 버전의 "서비스 데이터 다운로드" 섹션을 참조하십시오 ([https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc\\_frontend/lxccc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html)).
- CLI를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 서버와 호환되는 XCC 설명서 버전의 "ffdc 명령" 섹션을 참조하십시오 ([https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc\\_frontend/lxccc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html)).

- Lenovo XClarity Administrator

서비스 가능한 특정 이벤트가 Lenovo XClarity Administrator 및 관리되는 엔드포인트에서 발생하는 경우 진단 파일을 수집하고 자동으로 Lenovo 지원팀에 보내도록 Lenovo XClarity Administrator를 설정할 수 있습니다. 진단 파일을 Call Home을 사용하는 Lenovo 고객 지원팀이나 SFTP를 사용하는 다른 서비스 제공업체로 보내는 방법을 선택할 수 있습니다. 진단 파일을 수동으로 수집하고 문제 레코드를 열고 진단 파일을 Lenovo 지원 센터에 보낼 수 있습니다.

Lenovo XClarity Administrator 에서 자동 문제 알림을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin\\_setupcallhome.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html)에서 확인할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI에는 서비스 데이터를 수집하는 인벤토리 응용 프로그램이 있습니다. 대역 내와 대역 외 모두에서 실행할 수 있습니다. 서버 호스트 운영 체제의 대역 내에서 실행하는 경우 OneCLI는 하드웨어 서비스 데이터 외에도 운영 체제 이벤트 로그와 같은 운영 체제에 대한 정보를 수집할 수 있습니다.

getinfor 명령을 실행하여 서비스 데이터를 얻을 수 있습니다. getinfor 실행에 대한 자세한 정보는 [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_getinfor\\_command.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr_cli_lenovo/onecli_r_getinfor_command.html)의 내용을 참조하십시오.

---

## 지원팀에 문의

지원팀에 문의하여 문제에 대한 도움을 받을 수 있습니다.

Lenovo 공인 서비스 공급자를 통해 하드웨어 서비스를 받을 수 있습니다. 보증 서비스를 제공하는 Lenovo 공인 서비스 공급자를 찾으려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> 사이트로 이동하여 필터링으로 여러 나라를 검색해 보십시오. Lenovo 지원 전화 번호는 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist>에서 사용자 지역의 지원 세부 정보를 참조하십시오.



---

## 부록 B. 주의사항

Lenovo가 모든 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

이 책에서 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스만 사용할 수 있다는 것은 아닙니다. Lenovo의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 기타 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가와 검증은 사용자의 책임입니다.

Lenovo는 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공하는 것은 오픈링이 아니며 이 책을 제공한다고 해서 특허 또는 특허 응용 프로그램에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo는 타인의 권리 침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현재 상태로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. Lenovo는 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 책에서 설명한 제품은 오작동으로 인해 인체 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 이식 또는 기타 생명 유지 응용 프로그램에서 사용하도록 고안되지 않았습니다. 이 책에 포함된 정보는 Lenovo 제품 사양 또는 보증에 영향을 미치거나 그 내용을 변경하지 않습니다. 이 책의 어떠한 내용도 Lenovo 또는 타사의 지적 재산권 하에서 묵시적 또는 명시적 라이선스 또는 면책 사유가 될 수 없습니다. 이 책에 포함된 모든 정보는 특정 환경에서 얻은 것이며 설명 목적으로만 제공됩니다. 운영 환경이 다르면 결과가 다를 수 있습니다.

Lenovo는 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

이 책에서 언급되는 Lenovo 이외 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 Lenovo 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

본 책에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 운영 환경이 다르면 결과가 현저히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

---

## 상표

LENOVO, THINKSYSTEM 및 XCLARITY는 Lenovo의 상표입니다.

AMD 및 EPYC는 미국에서 사용되는 AMD Corporation의 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 Microsoft 그룹의 상표입니다. Linux는 Linus Torvalds의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. © 2021 Lenovo.

---

## 중요 참고사항

프로세서 속도는 마이크로프로세서의 내부 클럭 속도를 나타냅니다. 다른 요소 또한 응용 프로그램 성능에 영향을 줍니다.

CD 또는 DVD 드라이브 속도는 읽기 속도가 가변적입니다. 실제 속도는 표시된 속도와는 다르며 일반적으로 가능한 최대값보다 작습니다.

프로세서 스토리지, 실제 및 가상 스토리지 또는 채널 볼륨을 언급할 때, KB는 1,024바이트, MB는 1,048,576바이트, GB는 1,073,741,824바이트를 나타냅니다.

하드 디스크 드라이브 용량 또는 통신 볼륨을 언급할 때 MB는 1,000,000바이트, GB는 1,000,000,000바이트를 나타냅니다. 사용자가 액세스할 수 있는 총량은 운영 환경에 따라 다를 수 있습니다.

최대 내장 하드 디스크 드라이브 용량은 모든 하드 디스크 드라이브 베이에서 표준 하드 디스크 드라이브를 현재 Lenovo에서 지원되는 가장 큰 드라이브로 교체한 상태에서의 용량을 나타냅니다.

최대 메모리를 사용하려면 표준 메모리를 옵션 메모리 모듈로 교체해야 할 수도 있습니다.

각 솔리드 스테이트 메모리 셀에는 셀에서 발생할 수 있는 고유한 한정된 수의 쓰기 주기가 들어 있습니다. 따라서 솔리드 스테이트 장치는 TBW(total bytes written)로 표시될 수 있는 최대 쓰기 주기 수를 갖습니다. 이 한도를 초과한 장치는 시스템에서 생성된 명령에 응답하지 못하거나 기록할 수 없을 수도 있습니다. Lenovo는 장치에 대한 공식 발행 사양에 설명된 대로 최대 프로그램 보장 횟수/삭제 주기를 초과한 장치의 교체에 대해 책임을 지지 않습니다.

Lenovo는 Lenovo 이외 제품에 대해서는 어떠한 진술 또는 보증도 하지 않습니다. Lenovo 이외 제품에 대한 지원은 Lenovo가 아닌 타사에서 제공됩니다.

일부 소프트웨어는 일반 정품 버전과 차이가 있을 수 있으며, 사용 설명서나 일부 프로그램 기능이 포함되지 않을 수도 있습니다.

---

## 통신 규제 취급방침

이 제품은 공공 통신 네트워크의 인터페이스에 어떤 방식으로든 연결을 위해 해당 국가에서 인증할 수 없습니다. 또한 이러한 연결을 만들기 전에 법률에 의해 인증 받아야 할 수 있습니다. 의문사항은 Lenovo 담당자 또는 대리점에 문의하십시오.

---

## 전자 방출 주의사항

모니터를 장비에 연결할 경우 지정된 모니터 케이블과 모니터와 함께 제공되는 간섭 억제 장치를 사용해야 합니다.

추가 전자 방출 주의사항은 다음에서 제공됩니다.

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>

## 대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	—	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	—	○	○	○	○	○
冷卻組零件	—	○	○	○	○	○
內存模組	—	○	○	○	○	○
處理器模組	—	○	○	○	○	○
電纜組零件	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
儲備設備	—	○	○	○	○	○
電路卡	—	○	○	○	○	○
光碟機	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。            Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。            Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。            Note3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

## 대만 지역 수입 및 수출 연락처 정보

대만 지역 수입 및 수출 정보를 문의할 수 있는 연락처가 제공됩니다.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司  
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓  
 進口商電話: 0800-000-702





# 색인

2.5인치 중간 드라이브 케이지의 슈퍼 커패시터 모듈  
설치 224

## a

A1 뒷면 벽(왼쪽)  
설치 178

## i

ID 레이블 1

## l

LCD  
진단 패널 48  
LCD 진단 핸드셋  
외부 48

## q

QR 코드 1

## u

UEFI 설정 241

## ㄱ

가스 오염 21  
개인별 지원 웹 페이지 만들기 257  
구성 - ThinkSystem SR665 241  
기술 팁 257

## ㄴ

내장 케이블 배선 73  
네트워크 액세스 레이블 1

## ㄷ

대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언 263  
대만 지역 수입 및 수출 연락처 정보 263  
도움 받기 257  
도움말 257  
뒷면 보기 LED 62

## ㅁ

메모리 구성 246-247  
미립자 오염 21

## ㅂ

보안 권고사항 257  
보증 1

## ㅅ

사용자 정의 지원 웹 페이지 257  
상표 262  
서버 구성 백업 252  
서버 구성 요소 33  
서버 내부 작업  
시동 145  
서버 전원 끄기 239  
서버 전원 켜기 238  
서비스 데이터 258  
서비스 데이터 수집 258  
서비스 및 지원  
문의하기 전에 257  
소프트웨어 259  
하드웨어 259  
설치  
2.5인치 중간 드라이브 케이지의 슈퍼 커패시터 모듈 224  
A1 뒷면 벽 설치 178  
중간 또는 뒷면 2.5인치 드라이브 백플레인 168  
중간 또는 뒷면 3.5인치 드라이브 백플레인 170  
지침 142  
직렬 포트 모듈 214  
설치 지침 142  
소개 1  
소프트웨어 서비스 및 지원 전화 번호 259  
시스템 구성 - ThinkSystem SR665 241  
시스템 안정성 지침 144

## ㅇ

안전 점검 목록 142  
업데이트  
DMI/SMBIOS 252  
UUID(Universal Unique Identifier) 249  
오염, 미립자 및 가스 21  
외부  
LCD 진단 핸드셋 48  
웹 페이지 지원, 사용자 지정 257  
일반적인 설치 문제 253

## ㅈ

장치, 정전기에 민감  
취급 146  
전원 코드 71  
전화 번호 259  
정전기에 민감한 장치  
취급 146  
정전기에 민감한 장치 취급 146

주의사항 261  
중간 또는 뒷면 2.5인치 드라이브 백플레인  
설치 168  
중요 주의사항 262  
지침  
시스템 안정성 144  
옵션, 설치 142  
직렬 포트 모듈  
설치 214  
진단 패널  
LCD 48

## ㄸ

참고사항, 중요 262

## ㅌ

통신 규제 취급방침 262

## ㅍ

펌웨어 구성 245  
펌웨어 업데이트 242

## ㅎ

하드웨어 서비스 및 지원 전화 번호 259



**Lenovo**